



**dsPIC33FJ32GP302/304、
dsPIC33FJ64GPX02/X04 和
dsPIC33FJ128GPX02/X04
数据手册**

高性能 16 位
数字信号控制器

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

- Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。
- Microchip 确信：在正常使用的情况下，Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。
- 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。
- Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。
- Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是“牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视为违反了《数字器件千年版权法案 (Digital Millennium Copyright Act)》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。

提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含的英文部分，因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。Microchip 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命维持和 / 或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障 Microchip 免于承担法律责任，并加以赔偿。在 Microchip 知识产权保护下，不得暗中以其他方式转让任何许可证。

商标

Microchip 的名称和徽标组合、Microchip 徽标、Accuron、dsPIC、KEELOQ、KEELOQ 徽标、MPLAB、PIC、PICmicro、PICSTART、PRO MATE、rPIC 和 SmartShunt 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。

FilterLab、Linear Active Thermistor、MXDEV、MXLAB、SEEVAL、SmartSensor 和 The Embedded Control Solutions Company 均为 Microchip Technology Inc. 在美国的注册商标。

Analog-for-the-Digital Age、Application Maestro、CodeGuard、dsPICDEM、dsPICDEM.net、dsPICworks、dsSPEAK、ECAN、ECONOMONITOR、FanSense、In-Circuit Serial Programming、ICSP、ICEPIC、Mindi、MiWi、MPASM、MPLAB Certified 徽标、MPLIB、MPLINK、mTouch、PICkit、PICDEM、PICDEM.net、PICtail、PIC³² 徽标、PowerCal、PowerInfo、PowerMate、PowerTool、REAL ICE、rLAB、Select Mode、Total Endurance、UNI/O、WiperLock 和 ZENA 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP 是 Microchip Technology Inc. 在美国的服务标记。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2008, Microchip Technology Inc. 版权所有。

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
== ISO/TS 16949:2002 ==

Microchip 位于美国亚利桑那州 Chandler 和 Tempe 与位于俄勒冈州 Gresham 的全球总部、设计和晶圆生产厂及位于美国加利福尼亚州和印度的设计中心均通过了 ISO/TS-16949:2002 认证。公司在 PIC[®] MCU 与 dsPIC[®] DSC、KEELOQ[®] 跳码器件、串行 EEPROM、单片机外设、非易失性存储器和模拟产品方面的质量体系流程均符合 ISO/TS-16949:2002。此外，Microchip 在开发系统的设计和和生产方面的质量体系也已通过了 ISO 9001:2000 认证。

高性能 16 位数字信号控制器

工作范围:

- 最高 40 MIPS 的工作速度 (3.0-3.6V 时):
 - 工业级温度范围 (-40°C 至 +85°C)
 - 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)

高性能 DSC CPU:

- 改进型哈佛架构
- C 编译器优化的指令集
- 16 位宽数据总线
- 24 位宽指令
- 可寻址最大 4M 指令字的线性程序存储空间
- 可寻址最大 64 KB 的线性数据存储空间
- 83 条基本指令: 多为单字 / 单周期指令
- 两个 40 位累加器, 带舍入和饱和选择
- 灵活和强大的寻址模式:
 - 间接寻址
 - 模寻址
 - 位反转寻址
- 软件堆栈
- 16 x 16 位小数 / 整数乘法运算
- 32/16 位和 16/16 位除法运算
- 单周期乘—累加运算:
 - DSP 运算的累加器回写操作
 - 双数据取操作
- 可将最多 40 位数据左移或右移最多 16 位

直接存储器访问 (Direct Memory Access, DMA):

- 8 通道硬件 DMA
- 最大 2 KB 双端口 DMA 缓冲区 (DMA RAM), 用于存储通过 DMA 传输的数据:
 - 允许在 CPU 执行代码期间在 RAM 和外设间传输数据 (不额外占用周期)
- 大多数外设支持 DMA

定时器 / 捕捉 / 比较 / PWM:

- 定时器 / 计数器, 最多 5 个 16 位定时器:
 - 最多可以配对作为 2 个 32 位定时器使用
 - 1 个定时器可依靠外部 32.768 kHz 振荡器作为实时时钟使用
 - 可编程预分频器
- 输入捕捉 (最多 4 路通道):
 - 上升沿捕捉、下降沿捕捉或上升 / 下降沿捕捉
 - 16 位捕捉输入功能
 - 每路捕捉通道都带有 4 字深度的 FIFO 缓冲区
- 输出比较 (最多 4 路通道):
 - 1 个或 2 个 16 位比较模式
 - 16 位无毛刺 PWM 模式
- 硬件实时时钟 / 日历 (Real-Time Clock/Calendar, RTCC):
 - 提供时钟、日历和闹钟功能

中断控制器:

- 中断响应延时为 5 个周期
- 118 个中断向量
- 最多 49 个中断源
- 最多 3 个外部中断
- 7 个可编程优先级
- 5 个处理器异常

数字 I/O:

- 外设引脚选择功能
- 最多 35 个可编程数字 I/O 引脚
- 最多 21 个引脚上具有唤醒 / 电平变化中断功能
- 输出引脚可驱动 3.0V 至 3.6V 的电压
- 带漏极开路配置的输出最高为 5V
- 所有数字输入引脚可承受 5V 的电压
- 所有 I/O 引脚的灌电流为 4 mA

片上闪存和 SRAM:

- 闪存程序存储器 (最大 128 KB)
- 数据 SRAM (最大 16 KB)
- 闪存程序存储器的引导、安全和通用安全性

系统管理:

- 灵活的时钟选择:
 - 外部振荡器、晶振、谐振器和内部 RC 振荡器
 - 全集成锁相环 (Phase-Locked Loop, PLL)
 - 极低抖动 PLL
- 上电延时定时器
- 振荡器起振定时器 / 稳定器
- 自带 RC 振荡器的看门狗定时器
- 故障保护时钟监视器
- 多个复位源

功耗管理:

- 片上 2.5V 稳压器
- 实时时钟源切换
- 可快速唤醒的空闲、休眠和打盹模式

模数转换器 (Analog-to-Digital Converter, ADC):

- 10 位 1.1 Msps 或 12 位 500 Ksps 转换:
 - 2 路和 4 路同时采样 (10 位 ADC)
 - 最多 13 路带自动扫描功能的输入通道
 - 可手动启动转换或与 4 个触发源中的一个同步
 - 休眠模式下仍可进行转换
 - 积分非线性误差最大为 ± 2 LSB
 - 微分非线性误差最大为 ± 1 LSB

音频数模转换器 (Digital-to-Analog Converter, DAC):

- 16 位双通道 DAC 模块
- 100 Ksps 最大采样速率
- 二阶数字 Δ - Σ 调制器

数据转换器接口 (Data Converter Interface, DCI) 模块:

- 编解码器接口
- 支持 I²S 和 AC' 97 协议
- 最多 16 位数据字, 每帧最多 16 字
- 4 字深度的发送和接收缓冲区

比较器模块:

- 2 个模拟比较器, 具有可编程输入 / 输出配置

CMOS 闪存技术:

- 低功耗高速闪存技术
- 全静态设计
- 3.3V ($\pm 10\%$) 工作电压
- 工业级和扩展级温度
- 低功耗

通信模块:

- 4 线 SPI (最多 2 个模块):
 - 帧支持简单编解码器的 I/O 接口
 - 支持 8 位和 16 位数据
 - 支持所有串行时钟格式和采样模式
- I²C™:
 - 完全支持多主机从模式
 - 7 位和 10 位寻址
 - 总线冲突检测和仲裁
 - 集成信号调理
 - 从地址掩码
- UART (最多 2 个模块):
 - 检测到地址位时产生中断
 - 出现 UART 错误时产生中断
 - 检测到启动位时将器件从休眠模式唤醒
 - 4 字符深度的发送和接收 FIFO 缓冲区
 - LIN 总线支持
 - 硬件 IrDA[®] 编解码
 - 高速波特率模式
 - 使用 CTS 和 RTS 的硬件流控制
- 增强型 CAN (ECAN™ 模块) 2.0B active:
 - 最多 8 个发送缓冲区和 32 个接收缓冲区
 - 16 个接收过滤器和 3 个屏蔽寄存器
 - 用于诊断和总线监视的环回模式、监听模式和监听所有报文模式
 - 收到 CAN 报文时唤醒器件
 - 自动处理远程发送请求
 - 使用 DMA 的 FIFO 模式
 - 支持 DeviceNet™ 寻址
- 并行主 / 从端口 (PMP/EPSP):
 - 支持 8 位或 16 位数据
 - 支持 16 条地址线
- 可编程循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC):
 - CRC 生成多项式的可编程位长度 (最多 16 位长度)
 - 用于数据输入的 8 级深度 16 位或 16 级深度 8 位 FIFO

封装:

- 28 引脚 SDIP/SOIC/QFN-S
- 44 引脚 TQFP/QFN

注: 关于每个器件的具体外设特性, 请参见相应的器件数据表。

**dsPIC33FJ32GP302/304、
dsPIC33FJ64GPX02/X04 和
dsPIC33FJ128GPX02/X04 产品系列**

下表列出了每个系列的器件名称、引脚数、存储容量和可用的外设，表后还附有它们的引脚图。

**dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04
控制器系列**

器件	引脚数	闪存程序存储器 (KB)	RAM (KB) (1)	可重映射的外设								RTCC	I ² C™	CRC 发生器	10 位 /12 位 ADC (通道数)	16 位音频 DAC (引脚数)	模拟比较器 (2 通道 / 稳压器)	8 位并行主端口 (地址线)	I/O 引脚数	封装	
				可重映射的引脚数	16 位定时器 (2)	输入捕捉	输出比较 标准 PWM	数据转换器接口	UART	SPI	ECAN™										外部中断 (3)
dsPIC33FJ128GP804	44	128	16	26	5	4	4	1	2	2	1	3	1	1	1	13	6	1/1	11	35	QFN TQFP
dsPIC33FJ128GP802	28	128	16	16	5	4	4	1	2	2	1	3	1	1	1	10	4	1/0	2	21	SDIP SOIC QFN-S
dsPIC33FJ128GP204	44	128	8	26	5	4	4	1	2	2	0	3	1	1	1	13	0	1/1	11	35	QFN TQFP
dsPIC33FJ128GP202	28	128	8	16	5	4	4	1	2	2	0	3	1	1	1	10	0	1/0	2	21	SDIP SOIC QFN-S
dsPIC33FJ64GP804	44	64	16	26	5	4	4	1	2	2	1	3	1	1	1	13	6	1/1	11	35	QFN TQFP
dsPIC33FJ64GP802	28	64	16	16	5	4	4	1	2	2	1	3	1	1	1	10	4	1/0	2	21	SDIP SOIC QFN-S
dsPIC33FJ64GP204	44	64	8	26	5	4	4	1	2	2	0	3	1	1	1	13	0	1/1	11	35	QFN TQFP
dsPIC33FJ64GP202	28	64	8	16	5	4	4	1	2	2	0	3	1	1	1	10	0	1/0	2	21	SDIP SOIC QFN-S
dsPIC33FJ32GP304	44	32	4	26	5	4	4	1	2	2	0	3	1	1	1	13	0	1/1	11	35	QFN TQFP
dsPIC33FJ32GP302	28	32	4	16	5	4	4	1	2	2	0	3	1	1	1	10	0	1/0	2	21	SDIP SOIC QFN-S

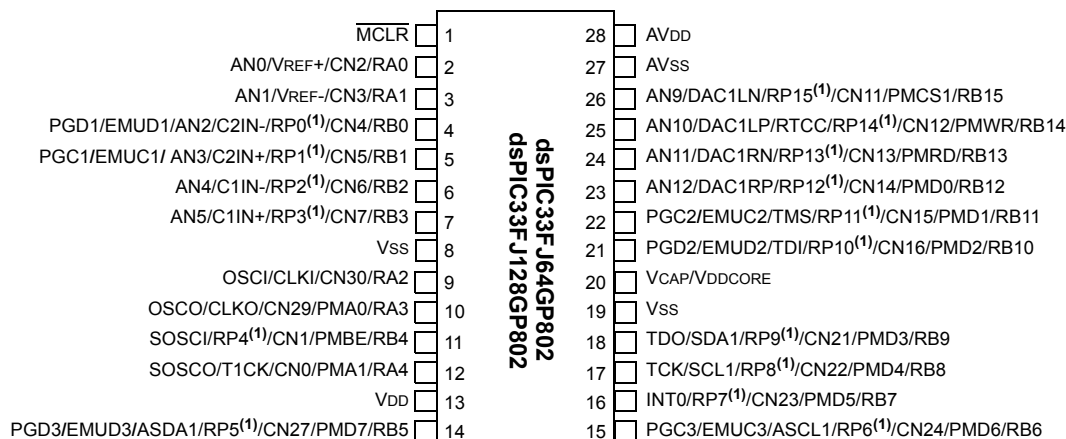
注 1: 除了 dsPIC33FJ32GP302/304 以外，所有器件的 RAM 中包括 2 KB 的 DMA RAM，dsPIC33FJ32GP302/304 包括 1 KB 的 DMA RAM。

2: 5 个定时器中只有 4 个是可重映射的。

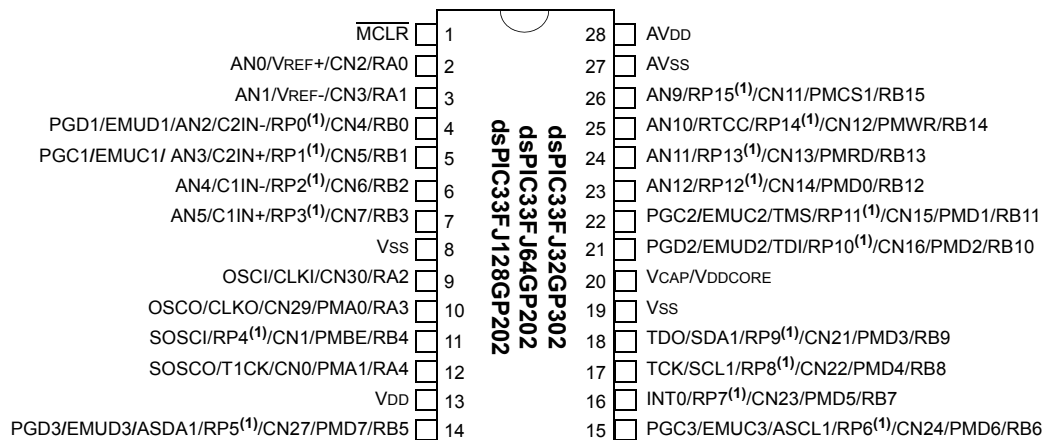
3: 3 个中断中只有 2 个是可重映射的。

引脚图

28 引脚 SDIP 和 SOIC



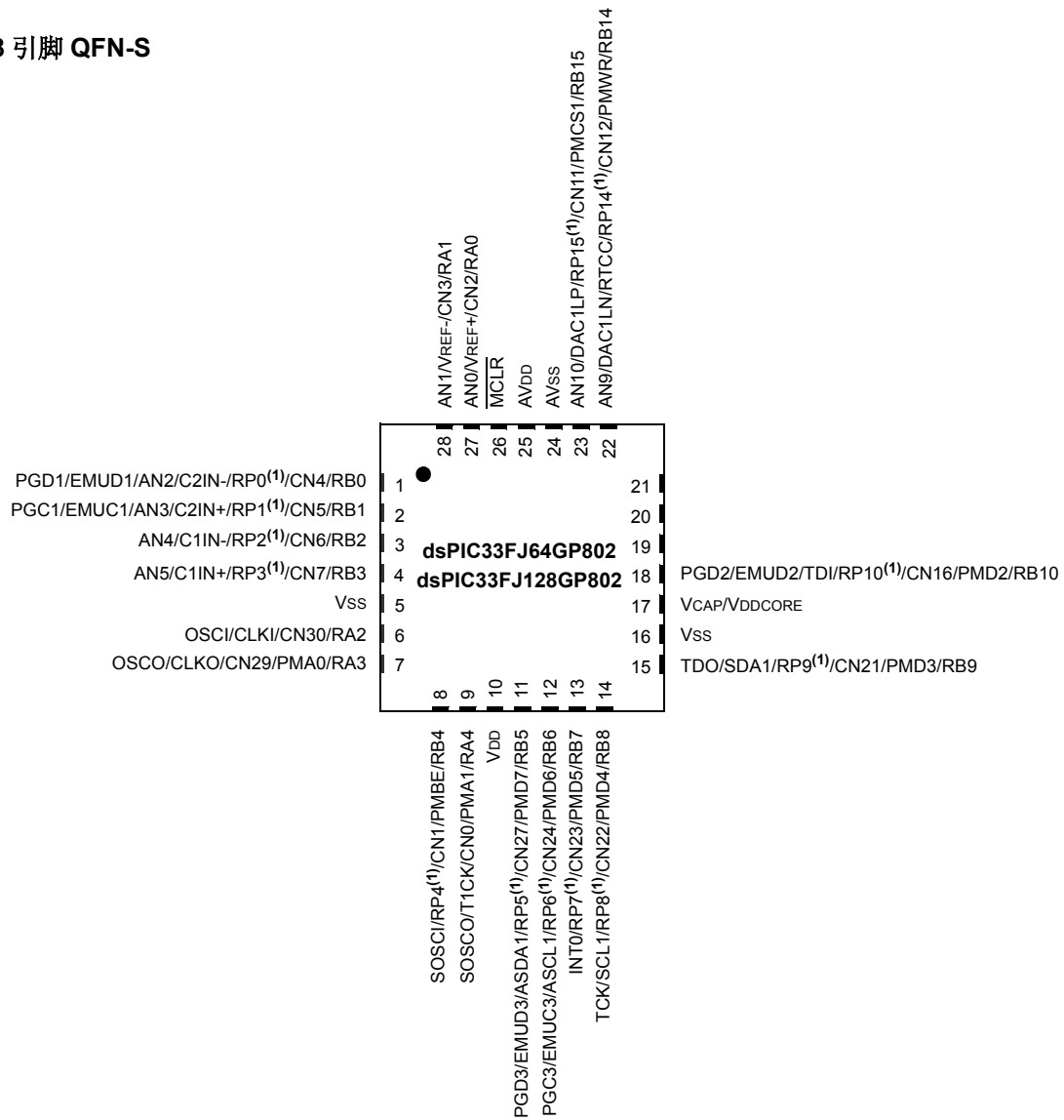
28 引脚 SDIP 和 SOIC



注 1: RPx 引脚可由任何可重映射的外设使用。请参见本节中的表 “dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 控制器系列” 获取可用外设的列表。

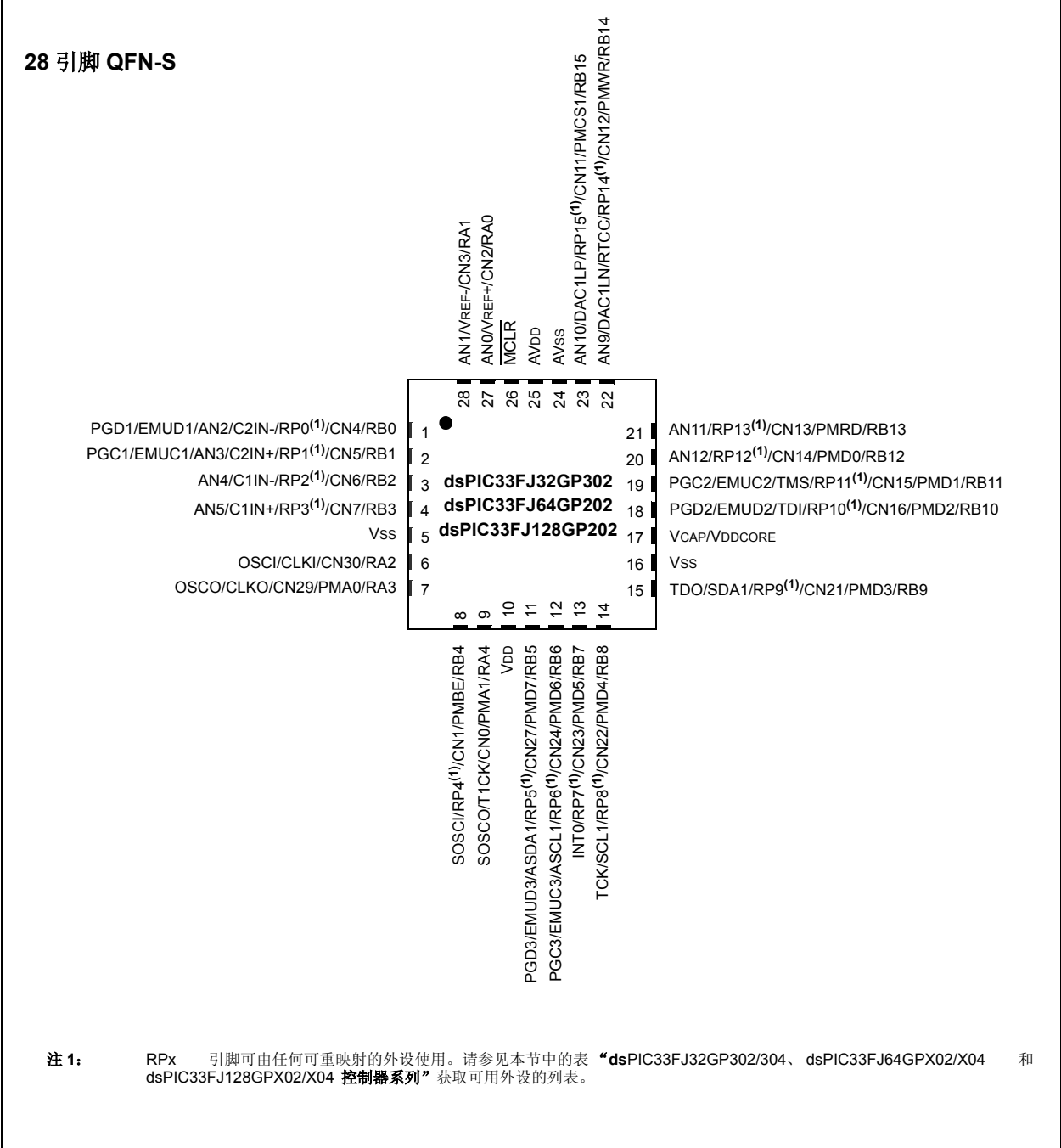
引脚图 (续)

28 引脚 QFN-S



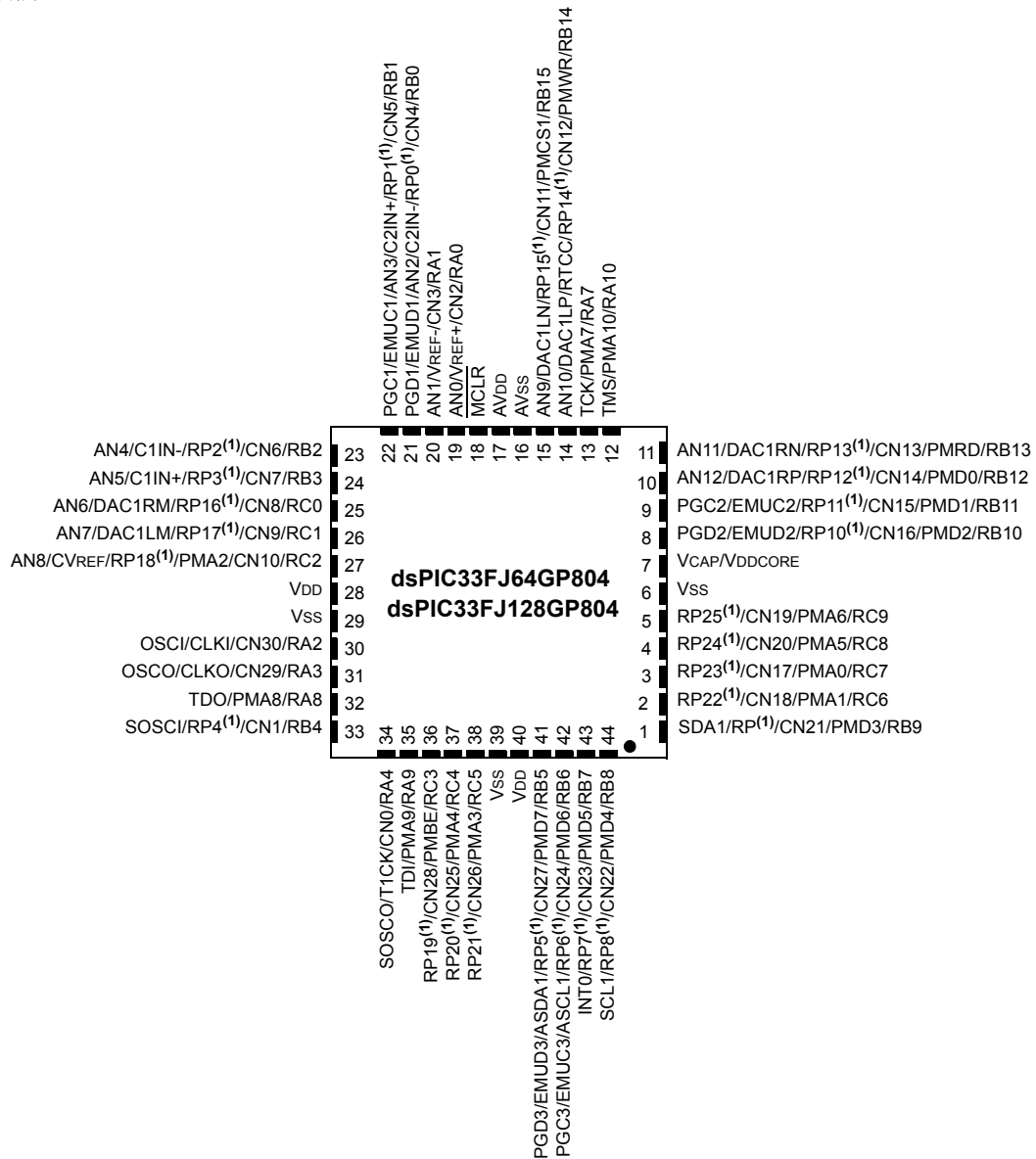
注 1: RPx 引脚可由任何可重映射的外设使用。请参见本节中的表 “dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 控制器系列” 获取可用外设的列表。

引脚图（续）



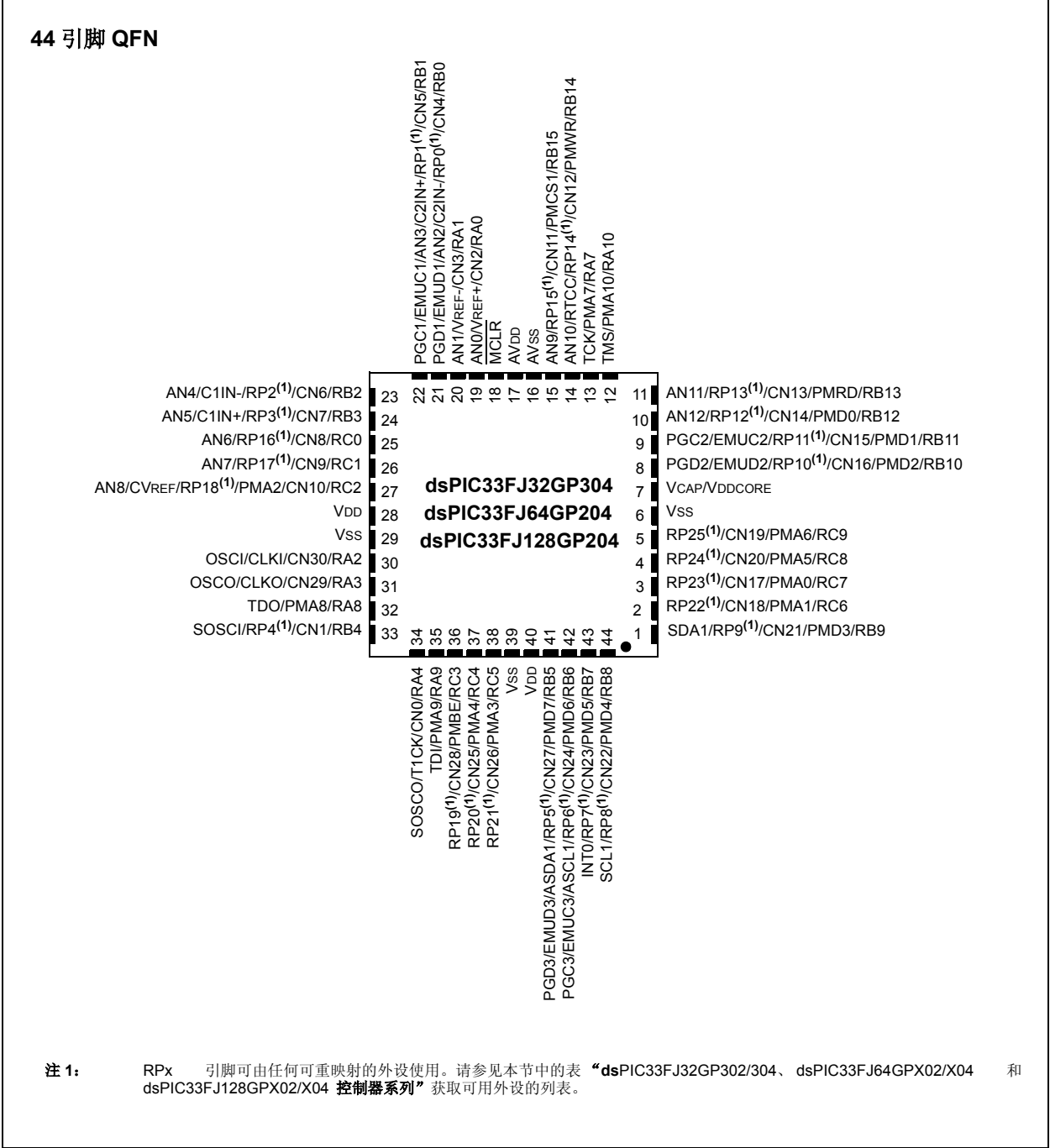
引脚图 (续)

44 引脚 QFN



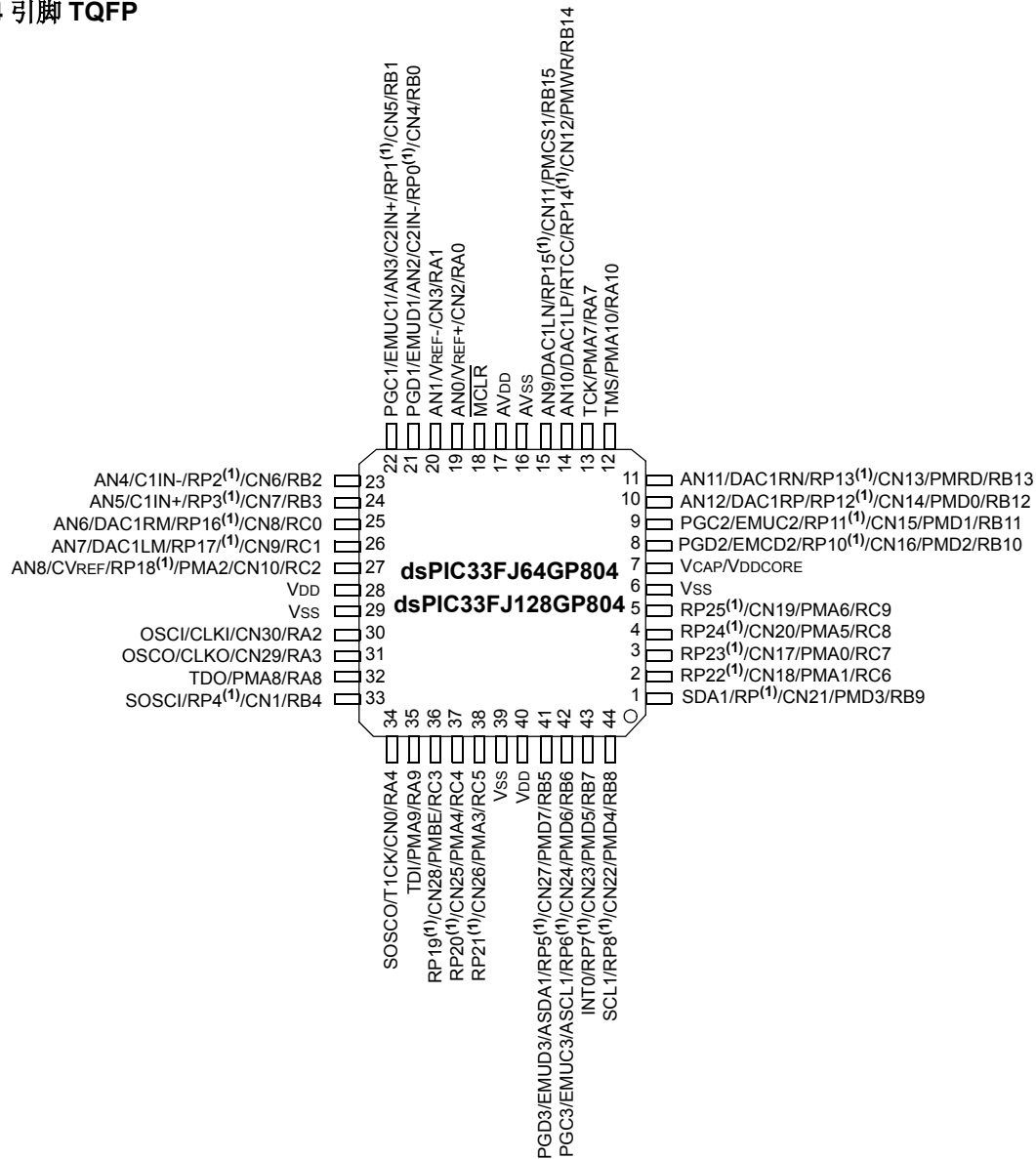
注 1: RPx 引脚可由任何可重映射的外设使用。请参见本节中的表“dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 控制器系列”获取可用外设的列表。

引脚图（续）



引脚图 (续)

44 引脚 TQFP



注 1: RPx 引脚可由任何可重映射的外设使用。请参见本节中的表 “dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 控制器系列” 获取可用外设的列表。

引脚图（续）



目录

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 产品系列	3
1.0 器件概述	13
2.0 CPU	17
3.0 存储器构成	29
4.0 闪存程序存储器	63
5.0 复位	69
6.0 中断控制器	77
7.0 直接存储器访问 (DMA)	119
8.0 振荡器配置	131
9.0 节能特性	143
10.0 I/O 端口	145
11.0 Timer1	175
12.0 Timer2/3 和 Timer4/5 特性	177
13.0 输入捕捉	183
14.0 输出比较	185
15.0 串行外设接口 (SPI)	189
16.0 I ² C™	195
17.0 通用异步收发器 (UART)	203
18.0 增强型 CAN (ECAN™) 模块	209
19.0 数据转换器接口 (DCI) 模块	235
20.0 10 位 /12 位模数转换器 (ADC1)	241
21.0 音频数模转换器 (DAC)	253
22.0 比较器模块	259
23.0 实时时钟和日历 (RTCC)	265
24.0 可编程循环冗余校验 (CRC) 发生器	275
25.0 并行主端口 (PMP)	279
26.0 特殊功能	287
27.0 指令集汇总	297
28.0 开发支持	305
29.0 电气特性	309
30.0 封装信息	355
附录 A: 版本历史	365
Microchip 网站	373
变更通知客户服务	373
客户支持	373
读者反馈表	374
产品标识体系	375

致客户

我们旨在提供最佳文档供客户正确使用 Microchip 产品。为此，我们将不断改进出版物的内容和质量，使之更好地满足您的要求。出版物的质量将随新文档及更新版本的推出而得到提升。

如果您对本出版物有任何问题和建议，请通过电子邮件联系我公司 TRC 经理，电子邮件地址为 **CTRC@microchip.com**，或将本数据手册后附的《读者反馈表》传真到 86-21-5407 5066。我们期待您的反馈。

最新数据手册

欲获得本数据手册的最新版本，请查询我公司的网站：

<http://www.microchip.com>

查看数据手册中任意一页下边角处的文献编号即可确定其版本。文献编号中数字串后的字母是版本号，例如：DS30000A是DS30000的 A 版本。

勘误表

现有器件可能带有一份勘误表，描述了实际运行与数据手册中记载内容之间存在的细微差异以及建议的变通方法。一旦我们了解到器件 / 文档存在某些差异时，就会发布勘误表。勘误表上将注明其所适用的硅片版本和文件版本。

欲了解某一器件是否存在勘误表，请通过以下方式之一查询：

- Microchip 网站 <http://www.microchip.com>
- 当地 Microchip 销售办事处（见最后一页）

在联络销售办事处时，请说明您所使用的器件型号、硅片版本和数据手册版本（包括文献编号）。

客户通知系统

欲及时获知 Microchip 产品的最新信息，请到我公司网站 www.microchip.com 上注册。

1.0 器件概述

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》中的相关章节，该文档可从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

本文档包含 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 数字信号控制器（Digital Signal Controller, DSC）器件的特定信息。dsPIC33F 器件在其高性能 16 位单片机（MCU）架构中，融合了丰富的数字信号处理器（Digital Signal Processor, DSP）功能。

图 1-1 给出了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件中内核和外设模块的一般框图。表 1-1 列出了引脚图中显示的各引脚的功能。

图 1-1: dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 框图

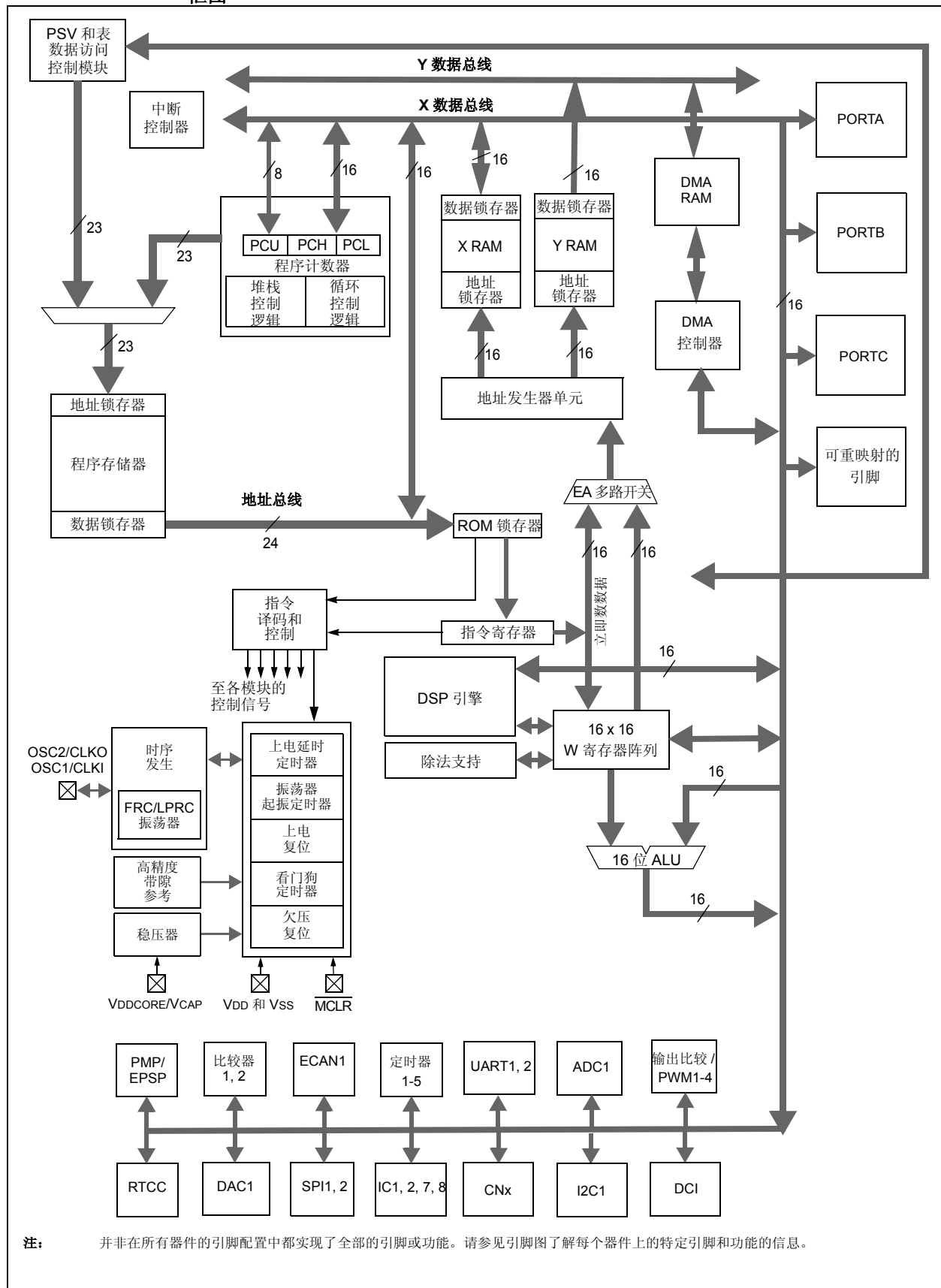


表 1-1: 引脚说明

引脚名称	引脚类型	缓冲器类型	说明
AN0-AN12	I	Analog	模拟输入通道。
CLKI CLKO	I O	ST/CMOS —	外部时钟源输入。总是与 OSC1 引脚功能相关联。 晶振输出。在晶振模式下，连接到晶体或谐振器。也可选择在 RC 和 EC 模式下用作 CLKO。总是与 OSC2 引脚功能相关联。
OSC1 OSC2	I I/O	ST/CMOS —	晶振输入。配置为 RC 模式时为 ST 缓冲器输入；否则为 CMOS 输入。 晶振输出。在晶振模式下，连接到晶体或谐振器。也可选择在 RC 和 EC 模式下用作 CLKO。
SOSCI SOSCO	I O	ST/CMOS —	32.768 kHz 低功耗晶振输入；否则为 CMOS 输入。 32.768 kHz 低功耗晶振输出。
CN0-CN30	I	ST	电平变化通知输入。 可将所有输入软件编程为内部弱上拉。
IC1-IC2 IC7-IC8	I I	ST ST	捕捉输入 1/2 捕捉输入 7/8。
OCFA OC1-OC4	I O	ST —	比较故障 A 输入（对于比较通道 1、2、3 和 4）。 比较输出 1 至 4。
INT0 INT1 INT2	I I I	ST ST ST	外部中断 0。 外部中断 1。 外部中断 2。
RA0-RA4 RA7-RA10	I/O I/O	ST ST	PORTA 是双向 I/O 端口。 PORTA 是双向 I/O 端口。
RB0-RB15	I/O	ST	PORTB 是双向 I/O 端口。
RC0-RC9	I/O	ST	PORTC 是双向 I/O 端口。
T1CK T2CK T3CK T4CK T5CK	I I I I I	ST ST ST ST ST	Timer1 外部时钟输入。 Timer2 外部时钟输入。 Timer3 外部时钟输入。 Timer4 外部时钟输入。 Timer5 外部时钟输入。
U1CTS U1RTS U1RX U1TX	I O I O	ST — ST —	UART1 允许发送。 UART1 请求发送。 UART1 接收。 UART1 发送。
U2CTS U2RTS U2RX U2TX	I O I O	ST — ST —	UART2 允许发送。 UART2 请求发送。 UART2 接收。 UART2 发送。
SCK1 SDI1 SDO1 SS1	I/O I O I/O	ST ST — ST	SPI1 的同步串行时钟输入 / 输出。 SPI1 数据输入。 SPI1 数据输出。 SPI1 从动同步或帧脉冲 I/O。
SCK2 SDI2 SDO2 SS2	I/O I O I/O	ST ST — ST	SPI2 的同步串行时钟输入 / 输出。 SPI2 数据输入。 SPI2 数据输出。 SPI2 从动同步或帧脉冲 I/O。
SCL1 SDA1 ASCL1 ASDA1	I/O I/O I/O I/O	ST ST ST ST	I2C1 的同步串行时钟输入 / 输出。 I2C1 的同步串行数据输入 / 输出。 I2C1 的备用同步串行时钟输入 / 输出。 I2C1 的备用同步串行数据输入 / 输出。

图注: CMOS = CMOS 兼容输入或输出
ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
TTL = TTL 输入缓冲器 r

Analog = 模拟输入
O = 输出

P = 电源
I = 输入

表 1-1: 引脚说明 (续)

引脚名称	引脚类型	缓冲器类型	说明
TMS	I	ST	JTAG 测试模式选择引脚。
TCK	I	ST	JTAG 测试时钟输入引脚。
TDI	I	ST	JTAG 测试数据输入引脚。
TDO	O	—	JTAG 测试数据输出引脚。
C1RX	I	ST	ECAN1 总线接收引脚。
C1TX	O	—	ECAN1 总线发送引脚。
RTCC	O	—	实时时钟闹钟输出。
CVREF	O	ANA	比较器参考电压输出。
C1IN-	I	ANA	比较器 1 的负极输入。
C1IN+	I	ANA	比较器 1 的正极输入。
C1OUT	O	—	比较器 1 的输出。
C2IN-	I	ANA	比较器 2 的负极输入。
C2IN+	I	ANA	比较器 2 的正极输入。
C2OUT	O	—	比较器 2 的输出。
PMA0	I/O	TTL/ST	并行主端口地址 bit 0 的输入 (带缓冲的从模式) 和输出 (主模式)。
PMA1	I/O	TTL/ST	并行主端口地址 bit 1 的输入 (带缓冲的从模式) 和输出 (主模式)。
PMA2 -PMPA10	O	—	并行主端口地址 (非复用的主模式)。
PMBE	O	—	并行主端口字节使能选通。
PMCS1	O	—	并行主端口片选 1 选通。
PMD0-PMPD7	I/O	TTL/ST	并行主端口数据 (非复用的主模式) 或地址 / 数据 (复用的主模式)。
PMRD	O	—	并行主端口读选通。
PMWR	O	—	并行主端口写选通。
DAC1RN	O	—	DAC1 右通道的负极输出。
DAC1RP	O	—	DAC1 右通道的正极输出。
DAC1RM	O	—	DAC1 右通道的中点值 (典型值为 1.65V)。
DAC1LN	O	—	DAC1 左通道的负极输出。
DAC1LP	O	—	DAC1 左通道的正极输出。
DAC1LM	O	—	DAC1 左通道的中点值 (典型值为 1.65V)。
COFS	I/O	ST	数据转换器接口帧同步引脚。
CCLK	I/O	ST	数据转换器接口串行时钟输入 / 输出引脚。
CSDI	I	ST	数据转换器接口串行数据输入引脚。
CSDO	O	—	数据转换器接口串行数据输出引脚。
PGD1/EMUD1	I/O	ST	编程 / 调试通信通道 1 使用的数据 I/O 引脚。
PGC1/EMUC1	I	ST	编程 / 调试通信通道 1 使用的时钟输入引脚。
PGD2/EMUD2	I/O	ST	编程 / 调试通信通道 2 使用的数据 I/O 引脚。
PGC2/EMUC2	I	ST	编程 / 调试通信通道 2 使用的时钟输入引脚。
PGD3/EMUD3	I/O	ST	编程 / 调试通信通道 3 使用的数据 I/O 引脚。
PGC3/EMUC3	I	ST	编程 / 调试通信通道 3 使用的时钟输入引脚。
MCLR	I/P	ST	主复位输入。此引脚为低电平有效的器件复位输入端。
AVDD	P	P	模拟模块的正电源。
AVSS	P	P	模拟模块的参考地。
VDD	P	—	外设逻辑和 I/O 引脚的正电源。
VDDCORE	P	—	CPU 逻辑滤波电容连接。
Vss	P	—	逻辑和 I/O 引脚的参考地。
VREF+	I	Analog	模拟参考电压 (高电压) 输入。
VREF-	I	Analog	模拟参考电压 (低电压) 输入。

图注: CMOS = CMOS 兼容输入或输出
 ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
 TTL = TTL 输入缓冲器 r

Analog = 模拟输入
 O = 输出

P = 电源
 I = 输入

2.0 CPU

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第2章 CPU”（DS70204A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

2.1 概述

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 CPU 模块采用 16 位（数据）的改进型哈佛架构，具有增强指令集，其中包括对 DSP 的强大支持。CPU 具有 24 位指令字，指令字带有长度可变的操作码字段。程序计数器（Program Counter，PC）为 23 位宽，可以寻址最大 4M x 24 位的用户程序存储空间。实际实现的程序存储容量因器件而异。单周期指令预取机制可帮助维持吞吐量并使指令的执行具有预测性。除了改变程序流的指令、双字传送（MOV.D）指令和表指令以外，所有指令都在单个周期内执行。使用 DO 和 REPEAT 指令支持无开销的程序循环结构，这两条指令在任何时间都可以被中断。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件在编程模型中有 16 个 16 位工作寄存器。每个工作寄存器都可以充当数据、地址或地址偏移量寄存器。第 16 个工作寄存器（W15）作为软件堆栈指针（Stack Pointer，SP），用于中断和调用。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件具有两类指令：MCU 类指令和 DSP 类指令。这两类指令无缝地集成到单个 CPU 中。指令集包含多种寻址模式，指令的设计可使 C 编译器的效率达到最优。对于大多数指令，dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 能够在每个指令周期内执行一次数据（或程序数据）存储器读取、一次工作寄存器（数据）读取、一次数据存储器写入以及一次程序（指令）存储器读取操作。因此，支持 3 操作数指令，允许在单个周期内执行 $A + B = C$ 这样的操作。

CPU 的框图如图 2-1 所示，dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 的编程模型如图 2-2 所示。

2.2 数据寻址概述

数据空间可以作为 32K 字或 64 KB 寻址，并被分成两块，称为 X 和 Y 数据存储区。每块存储区有各自独立的地址发生单元（Address Generation Unit，AGU）。MCU 类指令只通过 X 存储空间 AGU 进行操作，可将整个存储器映射作为一个线性数据空间访问。某些 DSP 指令通过 X 和 Y 的 AGU 进行操作以支持双操作数读操作，这样会将数据地址空间分成两个部分。X 和 Y 数据空间的边界视具体器件而定。

X 和 Y 地址空间都支持无开销循环缓冲区（模寻址模式）。模寻址省去了 DSP 算法的软件边界检查开销。此外，X AGU 的循环寻址可以用于任何 MCU 类指令。X AGU 还支持位反转寻址，大幅简化了基 2 FFT 算法对输入或输出数据的重新排序。

可以选择将数据存储空间的高 32 KB 映射到由 8 位程序空间可视性页（Program Space Visibility Page，PSVPAG）寄存器定义的任何 16K 程序字边界内的程序空间内。程序空间到数据空间的映射功能让任何指令都能象访问数据空间一样访问程序空间。

2.3 DSP 引擎概述

DSP 引擎具有一个高速 17 位 x 17 位乘法器、一个 40 位 ALU、两个 40 位饱和累加器和一个 40 位双向桶形移位寄存器。该桶形移位寄存器能在单个周期内将一个 40 位的值右移或左移最多 16 位。DSP 指令可以无缝地与所有其他指令一起操作，且设计为能获得最佳实时性能。MAC 指令和其他相关指令可以在同一个周期内，同时完成从存储器中取两个数据操作数，将两个 W 寄存器相乘并累加，且可选择使结果饱和。这要求 RAM 数据空间对于这些指令拆分为两块，但对于所有其他指令保持线性。数据空间分块是通过将某些工作寄存器专用于每个地址空间，以透明和灵活的方式实现的。

2.4 MCU 的特性

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 具有一个由 MCU ALU 和 DSP 引擎共用的 17 位 x 17 位单周期乘法器。此乘法器可以进行有符号、无符号和混合符号的乘法运算。使用 17 位 x 17 位乘法器进行 16 位 x 16 位乘法运算不仅允许您执行混合符号的乘法运算，而且对于 $(-1.0) \times (-1.0)$ 这样的特殊运算也可以得到准确结果。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 支持小数和整数的 16/16 位和 32/16 位除法运算。所有的除法指令都是迭代操作。它们必须在一个 REPEAT 循环内执行，总执行时间为 19 个指令周期。在这 19 个周期的任一周期内可以中断除法运算而不会丢失数据。

一个 40 位的桶形移位寄存器用于在单个周期内将数据左移或右移 16 位。MCU 和 DSP 指令都可以使用该桶形移位寄存器。

图 2-1: dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 CPU 内核框图

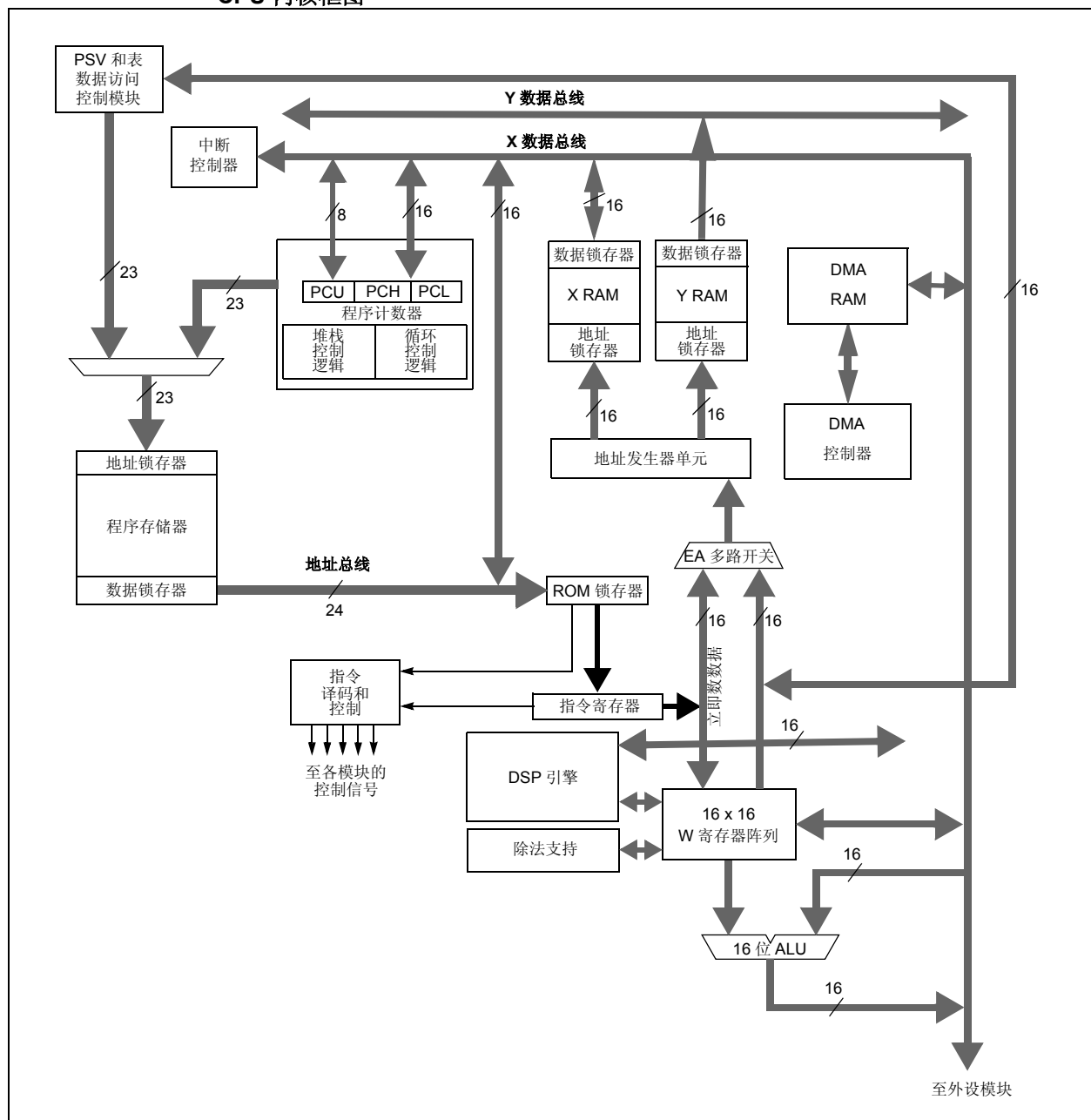
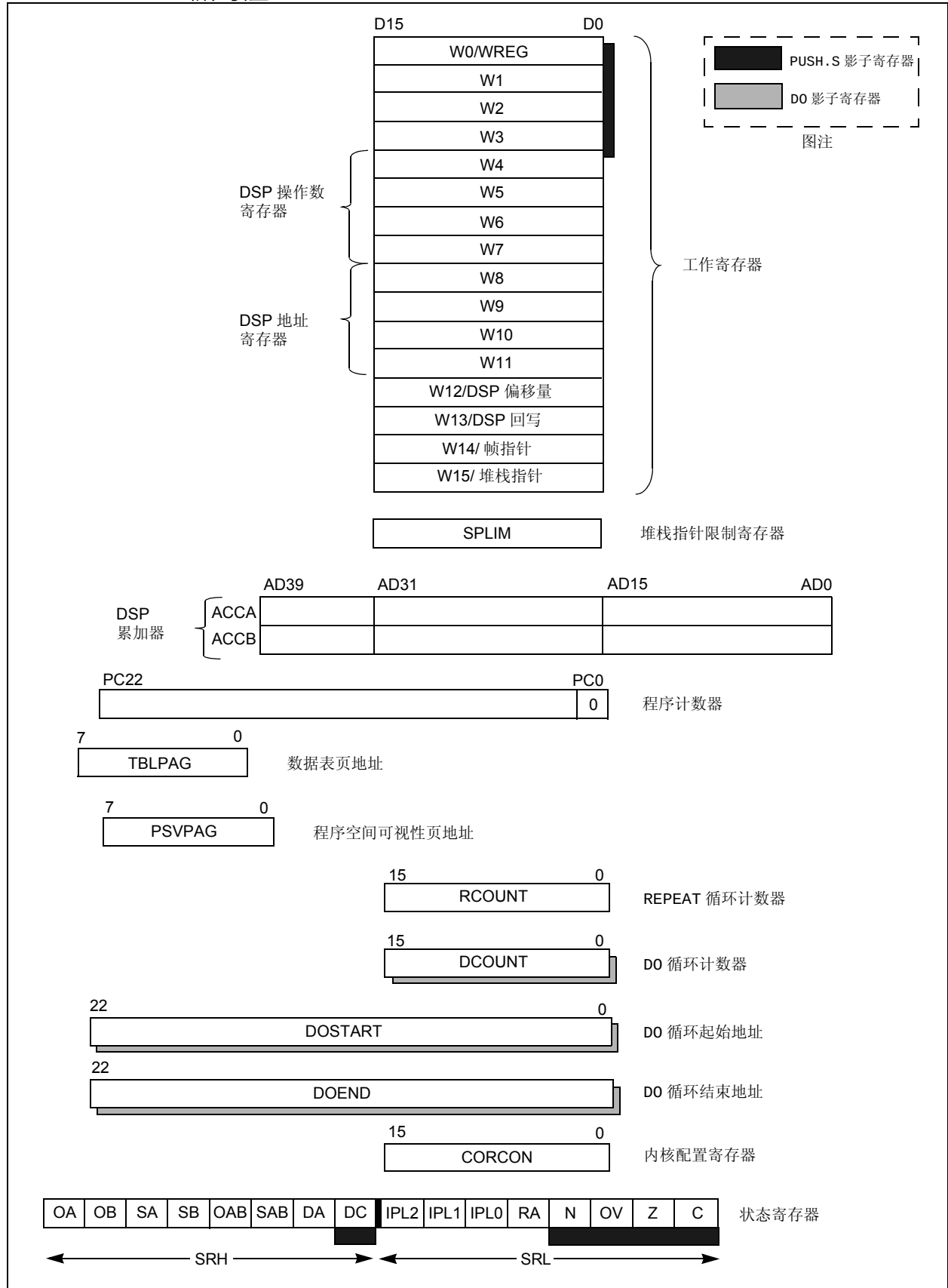


图 2-2: dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 编程模型



2.5 CPU 控制寄存器

寄存器 2-1: SR: CPU 状态寄存器

R-0	R-0	R/C-0	R/C-0	R-0	R/C-0	R-0	R/W-0
OA	OB	SA ⁽¹⁾	SB ⁽¹⁾	OAB	SAB	DA	DC
bit 15							bit 8

R/W-0 ⁽³⁾	R/W-0 ⁽³⁾	R/W-0 ⁽³⁾	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
IPL<2:0> ⁽²⁾			RA	N	OV	Z	C
bit 7							bit 0

图注:

C = 只可清零位	R = 可读位	U = 未实现位, 读为 0
S = 只可置 1 位	W = 可写位	-n = POR 时的值
1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15	OA: 累加器 A 溢出状态位 1 = 累加器 A 溢出 0 = 累加器 A 未溢出
bit 14	OB: 累加器 B 溢出状态位 1 = 累加器 B 溢出 0 = 累加器 B 未溢出
bit 13	SA: 累加器 A 饱和 “粘住” 状态位 ⁽¹⁾ 1 = 累加器 A 饱和或在某时已经饱和 0 = 累加器 A 未饱和
bit 12	SB: 累加器 B 饱和 “粘住” 状态位 ⁽¹⁾ 1 = 累加器 B 饱和或在某时已经饱和 0 = 累加器 B 未饱和
bit 11	OAB: OA 和 OB 组合的累加器溢出状态位 1 = 累加器 A 或 B 已经溢出 0 = 累加器 A 和 B 都未溢出
bit 10	SAB: SA 和 SB 组合的累加器 (粘住) 状态位 ⁽⁴⁾ 1 = 累加器 A 或 B 饱和或在过去某时已经饱和 0 = 累加器 A 和 B 都未饱和
bit 9	DA: D0 循环活动位 1 = 正在进行 D0 循环 0 = 不在进行 D0 循环
bit 8	DC: MCU ALU 半进位 / 借位标志位 1 = 结果的第 4 个低位 (对于字节大小的数据) 或第 8 个低位 (对于字大小的数据) 发生了进位 0 = 结果的第 4 个低位 (对于字节大小的数据) 或第 8 个低位 (对于字大小的数据) 未发生进位

- 注**
- 1: 此位可被读取或清零 (但不能置 1)。
 - 2: IPL<2:0> 位与 IPL<3> 位 (CORCON<3>) 组合形成 CPU 中断优先级。如果 IPL<3> = 1, 那么括号中的值表示 IPL。当 IPL<3> = 1 时, 禁止用户中断。
 - 3: 当 NSTDIS (INTCON1<15>) = 1 时, IPL<2:0> 状态位是只读的。
 - 4: 此位可被读取或清零 (但不能置 1)。清零此位的同时将清零 SA 和 SB。

寄存器 2-1: SR: CPU 状态寄存器 (续)

bit 7-5	IPL<2:0> : CPU 中断优先级状态位 ⁽²⁾ 111 = CPU 中断优先级为 7 (15), 禁止用户中断 110 = CPU 中断优先级为 6 (14) 101 = CPU 中断优先级为 5 (13) 100 = CPU 中断优先级为 4 (12) 011 = CPU 中断优先级为 3 (11) 010 = CPU 中断优先级为 2 (10) 001 = CPU 中断优先级为 1 (9) 000 = CPU 中断优先级为 0 (8)
bit 4	RA : REPEAT 循环活动位 1 = 正在进行 REPEAT 循环 0 = 不在进行 REPEAT 循环
bit 3	N : MCU ALU 负标志位 1 = 结果为负 0 = 结果为非负 (零或正值)
bit 2	OV : MCU ALU 溢出标志位 此位用于有符号的算术运算 (以二进制补码方式进行)。它表示量值上的溢出, 这种溢出将导致符号位改变状态。 1 = 有符号算术运算中发生溢出 (本次运算) 0 = 未发生溢出
bit 1	Z : MCU ALU 全零标志位 1 = 影响 Z 位的任何运算在过去某时已将该位置 1 0 = 影响 Z 位的最近一次运算已将该位清零 (即运算结果非零)
bit 0	C : MCU ALU 进位 / 借位标志位 1 = 结果的最高位发生了进位 0 = 结果的最高位未发生进位

注 1: 此位可被读取或清零 (但不能置 1)。

2: IPL<2:0> 位与 IPL<3> 位 (CORCON<3>) 组合形成 CPU 中断优先级。如果 IPL<3> = 1, 那么括号中的值表示 IPL。当 IPL<3> = 1 时, 禁止用户中断。

3: 当 NSTDIS (INTCON1<15>) = 1 时, IPL<2:0> 状态位是只读的。

4: 此位可被读取或清零 (但不能置 1)。清零此位的同时将清零 SA 和 SB。

寄存器 2-2: CORCON: 内核控制寄存器

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R-0	R-0	R-0
—	—	—	US	EDT ⁽¹⁾	DL<2:0>		
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/C-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
SATA	SATB	SATDW	ACCSAT	IPL3 ⁽²⁾	PSV	RND	IF
bit 7							
			bit 0				

图注:	C = 只可清零位		
R = 可读位	W = 可写位	-n = POR 时的值	1 = 置 1
0 = 清零	x = 未知	U = 未实现位, 读为 0	

bit 15-13	未实现: 读为 0
bit 12	US: DSP 乘法无符号 / 有符号控制位 1 = DSP 引擎执行无符号乘法运算 0 = DSP 引擎执行有符号乘法运算
bit 11	EDT: D0 循环提前终止控制位 ⁽¹⁾ 1 = 在当前循环迭代结束时终止执行 D0 循环 0 = 无影响
bit 10-8	DL<2:0>: D0 循环嵌套层级状态位 111 = 正在进行 7 层 D0 循环嵌套 • • • 001 = 正在进行 1 层 D0 循环嵌套 000 = 正在进行 0 层 D0 循环嵌套
bit 7	SATA: ACCA 饱和和使能位 1 = 使能累加器 A 饱和 0 = 禁止累加器 A 饱和
bit 6	SATB: ACCB 饱和和使能位 1 = 使能累加器 B 饱和 0 = 禁止累加器 B 饱和
bit 5	SATDW: DSP 引擎的数据空间写饱和和使能位 1 = 使能数据空间写饱和 0 = 禁止数据空间写饱和
bit 4	ACCSAT: 累加器饱和和模式选择位 1 = 9.31 饱和 (超饱和) 0 = 1.31 饱和 (正常饱和)
bit 3	IPL3: CPU 中断优先级状态位 ³⁽²⁾ 1 = CPU 中断优先级大于 7 0 = CPU 中断优先级等于或小于 7
bit 2	PSV: 数据空间中程序空间可视性使能位 1 = 程序空间在数据空间中可视 0 = 程序空间在数据空间中不可视

注 1: 此位将总是读为 0。

2: IPL3 位与 IPL<2:0> 位 (SR<7:5>) 组合形成 CPU 中断优先级。

寄存器 2-2: CORCON: 内核控制寄存器 (续)

bit 1 **RND:** 舍入模式选择位
 1 = 使能有偏 (常规) 舍入
 0 = 使能无偏 (收敛) 舍入

bit 0 **IF:** 整数或小数乘法器模式选择位
 1 = 使能 DSP 乘法运算的整数模式
 0 = 使能 DSP 乘法运算的小数模式

- 注 1:** 此位将总是读为 0。
- 2:** IPL3 位与 IPL<2:0> 位 (SR<7:5>) 组合形成 CPU 中断优先级。

2.6 算术逻辑单元 (ALU)

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 ALU 为 16 位宽，并能进行加法、减法、移位和逻辑运算。除非特别指明，算术运算一般采用二进制补码。根据不同的运算，ALU 可能会影响 SR 寄存器中的进位标志位 (C)、全零标志位 (Z)、负标志位 (N)、溢出标志位 (OV) 和半进位标志位 (DC) 的值。在减法运算中，C 和 DC 状态位分别作为借位位和半借位位。

根据所使用的指令模式，ALU 可执行 8 位或 16 位运算。根据指令的寻址模式，ALU 运算的数据可以来自 W 寄存器阵列或数据存储单元。同样，ALU 的输出数据可被写入 W 寄存器阵列或数据存储单元。

有关每条指令所影响的 SR 位的信息，请参见《dsPIC30F/33F 程序员参考手册》(DS70157B_CN)。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 CPU 融入了对乘法和除法的硬件支持。它带有专门的硬件乘法器以及支持 16 位除数除法的硬件。

2.6.1 乘法器

通过使用 DSP 引擎的高速 17 位 x 17 位乘法器，ALU 支持各种无符号、有符号或混合符号的 MCU 乘法运算：

- 16 位 x 16 位有符号
- 16 位 x 16 位无符号
- 16 位有符号 x 5 位 (立即数) 无符号
- 16 位无符号 x 16 位无符号
- 16 位无符号 x 5 位 (立即数) 无符号
- 16 位无符号 x 16 位有符号
- 8 位无符号 x 8 位无符号

2.6.2 除法器

除法模块支持具有以下数据长度的 32 位 /16 位和 16 位 /16 位有符号和无符号整数除法运算：

1. 32 位有符号 /16 位有符号除法
2. 32 位无符号 /16 位无符号除法
3. 16 位有符号 /16 位有符号除法
4. 16 位无符号 /16 位无符号除法

所有除法指令的商都被放在 W0 中，余数放在 W1 中。16 位有符号和无符号 DIV 指令可为 16 位除数指定任一 W 寄存器 (Wn)，为 32 位被除数指定任意两个连续的 W 寄存器 (W(m+1):Wm)。除法运算中处理除数的每一位需要一个周期，因此 32 位 /16 位和 16 位 /16 位指令的执行周期数相同。

2.7 DSP 引擎

DSP 引擎由一个高速 17 位 x 17 位乘法器、一个桶形移位寄存器和一个 40 位加法器 / 减法器 (两个目标累加器、舍入逻辑和饱和逻辑) 组成。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 采用单周期指令流架构；因此 DSP 引擎的工作不能与 MCU 指令流同时进行。但是，某些 MCU ALU 和 DSP 引擎资源可由同一条指令 (如 ED 和 EDAC) 同时使用。

DSP 引擎还可以执行固有的不需要其他数据的累加器—累加器操作。这些指令是 ADD、SUB 和 NEG。

通过 CPU 内核控制寄存器 (CORCON) 中的各个位，可以对 DSP 引擎的操作进行多种选择，这些选择如下：

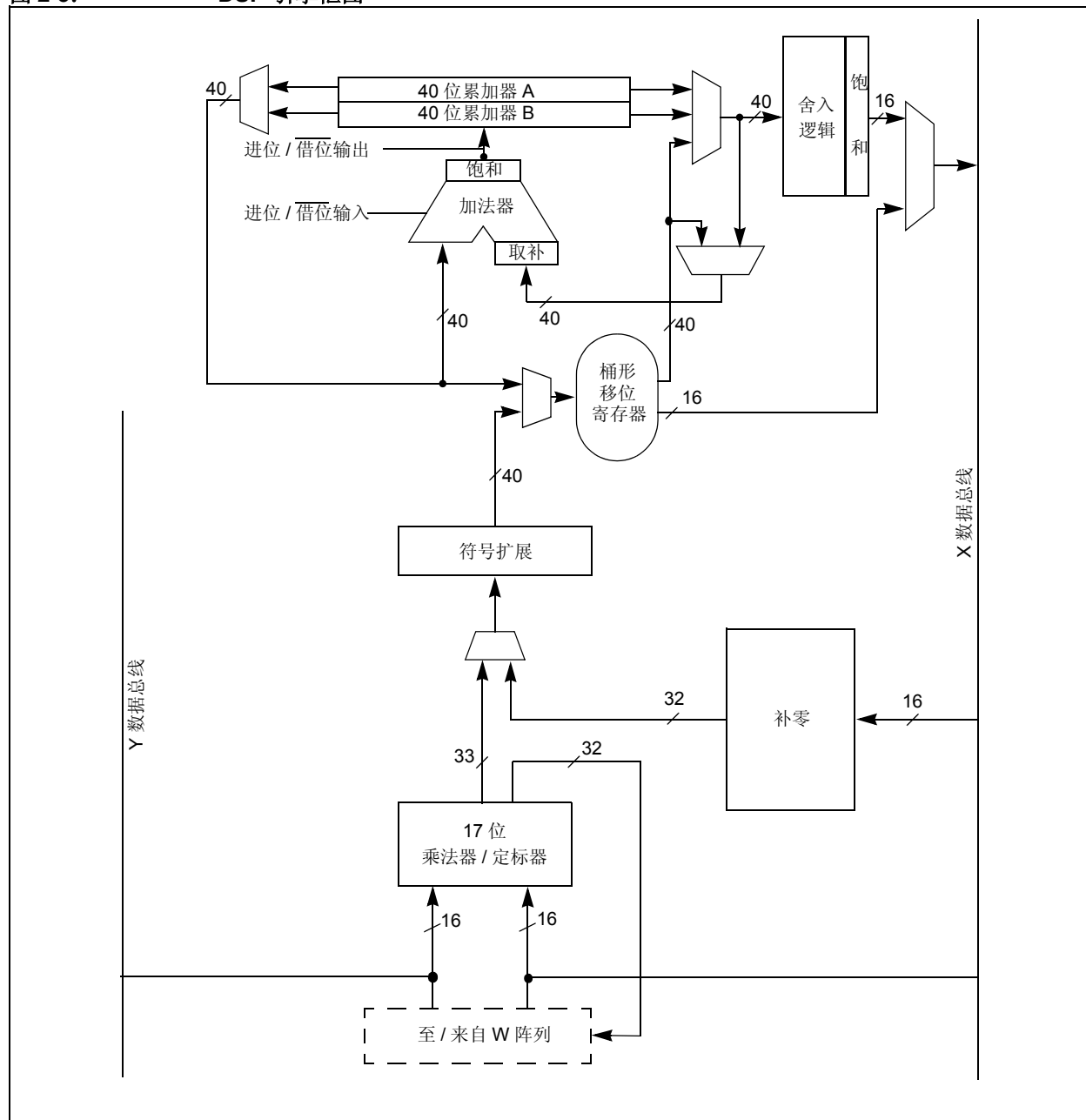
- 小数或整数 DSP 乘法 (IF)
- 有符号或无符号 DSP 乘法 (US)
- 常规或收敛舍入 (RND)
- ACCA 自动饱和使能 / 禁止 (SATA)
- ACCB 自动饱和使能 / 禁止 (SATB)
- 对于写数据存储单元，自动饱和使能 / 禁止 (SATDW)
- 累加器饱和模式选择 (ACCSAT)

DSP 引擎的框图如图 2-3 所示。

表 2-1: DSP 指令汇总

指令	代数运算	ACC 回写
CLR	$A = 0$	有
ED	$A = (x - y)2$	无
EDAC	$A = A + (x - y)2$	无
MAC	$A = A + (x \cdot y)$	有
MAC	$A = A + x2$	无
MOVSAC	A 中内容将不发生改变	有
MPY	$A = x \cdot y$	无
MPY	$A = x2$	无
MPY.N	$A = -x \cdot y$	无
MSC	$A = A - x \cdot y$	有

图 2-3: DSP 引擎框图



2.7.1 乘法器

17 位 x 17 位乘法器可以进行有符号或无符号运算，其输出经过定标器进行换算后可支持 1.31 小数 (Q31) 或 32 位整数结果。无符号操作数经过零扩展后，送入乘法器输入值的第 17 位。有符号操作数经过符号扩展后，送入乘法器输入值的第 17 位。17 位 x 17 位乘法器 / 定标器的输出是 33 位值，它将被符号扩展为 40 位。整型数据的固有表示形式为有符号的二进制补码值，其中最高有效位 (MSb) 定义为符号位。N 位二进制补码整数的范围为 -2^{N-1} 到 $2^{N-1} - 1$ 。

- 对于 16 位整数，数据范围为 -32768 (0x8000) 到 32767 (0x7FFF)，包括 0 在内。
- 对于 32 位整数，数据范围为 -2,147,483,648 (0x8000 0000) 到 2,147,483,647 (0x7FFF FFFF)。

当乘法器配置为小数乘法时，数据表示为二进制补码小数，其中 MSb 定义为符号位，小数点暗含在符号位之后 (QX 格式)。暗含小数点的 N 位二进制补码小数的范围为 -1.0 到 $(1 - 2^{1-N})$ 。对于 16 位小数，Q15 数据范围为 -1.0 (0x8000) 到 0.999969482 (0x7FFF)，包括 0 在内，其精度为 3.01518×10^{-5} 。在小数模式下，16 x 16 乘法运算将产生 1.31 乘积，其精度为 4.65661×10^{-10} 。

同一个乘法器还用来支持 MCU 乘法指令，包括整数的 16 位有符号、无符号和混合符号乘法。

MUL 指令可以使用字节或字长度的操作数。字节操作数将产生 16 位结果，而字操作数将产生 32 位结果，结果存放在 W 寄存器阵列的指定寄存器中。

2.7.2 数据累加器和加法器 / 减法器

数据累加器包含一个 40 位加法器 / 减法器，它带有自动符号扩展逻辑。它可以选择两个累加器 (A 或 B) 之一作为其累加前的源累加器和累加后的目标累加器。对于 ADD 和 LAC 指令，可选择通过桶形移位器在累加之前将要累加或装入的数据进行换算。

2.7.2.1 加法器 / 减法器、溢出和饱和

加法器 / 减法器是一个 40 位加法器，一侧输入可以选择为零，而另一侧输入可以是原数据或求补后的数据。

- 对于加法，进位 / 借位输入为高电平有效，其他输入是原数据（没有求补的）。
- 对于减法，进位 / 借位输入为低电平有效，其他输入是求补后的数据。

加法器 / 减法器产生溢出状态位 SA/SB 和 OA/OB，这些状态位被锁存在状态寄存器中并在其中得到反映。

- 从 bit 39 溢出：这是灾难性溢出，会破坏累加器的符号位。
- 溢出到警戒位 (bit 32 到 bit 39)：这是可恢复的溢出。每当警戒位彼此不完全一致时，就将把这个状态位置 1。

加法器有一个额外的饱和模块，如果选取的话，饱和模块将控制累加器的数据饱和。饱和模块使用加法器的结果、上述的溢出状态位、SAT<A:B> (CORCON<7:6>) 和 ACCSAT (CORCON<4>) 模式控制位，来确定何时饱和、达到何值为饱和。

状态寄存器中有 6 个支持饱和和溢出的位：

- OA: ACCA 溢出到警戒位
- OB: ACCB 溢出到警戒位
- SA: ACCA 已饱和 (bit 31 溢出并饱和)
或
ACCA 溢出到警戒位并饱和 (bit 39 溢出并饱和)
- SB: ACCB 已饱和 (bit 31 溢出并饱和)
或
ACCB 溢出到警戒位并饱和 (bit 39 溢出并饱和)
- OAB: OA 和 OB 的逻辑或 (OR)
- SAB: SA 和 SB 的逻辑或 (OR)

每次数据通过加法器 / 减法器，就会修改 OA 和 OB 位。置 1 时，它们表明最近的操作已溢出到累加器警戒位 (bit 32 到 bit 39)。如果 OA 和 OB 位置 1 而且 INTCON1 寄存器中相应的溢出陷阱标志允许位 (OVATE 和 OVBTE) 置 1 的话，还可以选择用 OA 和 OB 位产生算术警告陷阱（见第 6.0 节“中断控制器”）。这使得用户应用程序能够立即采取措施，例如，校正系统增益。

每次数据通过加法器 / 减法器，就会修改 SA 和 SB 位，但用户应用程序只能对它们进行清零。置 1 时，它们表明累加器已溢出其最大范围（对于 32 位饱和是 bit 31，而 40 位饱和是 bit 39），将发生饱和（如果饱和使能的话）。如果没有使能饱和，SA 和 SB 置 1 默认为 bit 39 溢出，以此指示产生了灾难性溢出。如果 INTCON1 寄存器中的 COVTE 位置 1，当饱和被禁止时，SA 和 SB 位将产生算术警告陷阱。

在状态寄存器（SR）中，对于溢出和饱和状态位，可以将 OA 和 OB 的逻辑或形成 OAB 位，将 SA 和 SB 的逻辑或形成 SAB 位。这样，只需检查状态寄存器中的一个位，程序员就能判断是否有累加器溢出；检查状态寄存器中的另一个位，就可以判断是否有累加器饱和。对于通常要使用两个累加器的复数运算而言，这很有用。

器件支持三种饱和和溢出模式：

- **bit 39 溢出和饱和：**
当发生 bit 39 溢出和饱和时，饱和逻辑将最大的正 9.31 值（0x7FFFFFFF）或最小的负 9.31 值（0x80000000）装入目标累加器。SA 或 SB 位置 1 并保持直到被用户应用程序清零。这称为“超饱和”，为错误数据或不可预期的算法问题（例如，增益计算）提供了保护机制。
- **bit 31 溢出和饱和：**
当发生 bit 31 溢出和饱和时，饱和逻辑将最大的正 1.31 值（0x007FFFFFFF）或最小的负 1.31 值（0x0080000000）装入目标累加器。SA 或 SB 位置 1 并保持直到被用户应用程序清零。当这种饱和模式生效时，不使用警戒位，因此 OA、OB 或 OAB 位不会被置 1。
- **bit 39 灾难性溢出：**
加法器的 bit 39 溢出状态位用来将 SA 或 SB 位置 1；这两位置 1 后，将保持状态直到被用户应用程序清零。不进行饱和操作，允许累加器溢出（破坏其符号位）。如果 INTCON1 寄存器中的 COVTE 位置 1，灾难性溢出会导致一个陷阱异常。

2.7.3 累加器“回写”

MAC 类指令（MPY、MPY.N、ED 和 EDAC 除外）可以选择将累加器高位字（bit 16 到 bit 31）的舍入形式写入数据存储空间，前提是当前指令不对该累加器进行操作。通过 X 总线寻址组合的 X 和 Y 地址空间，执行回写操作。支持以下寻址模式：

- **W13，寄存器直接寻址：**
非操作目标的累加器的舍入内容以 1.15 小数形式写入 W13。
- **[W13] + = 2，执行后递增的寄存器间接寻址：**
非操作目标的累加器的舍入内容以 1.15 小数形式写入 W13 指向的地址。然后 W13 递增 2（对于字写入）。

2.7.3.1 舍入逻辑

舍入逻辑是一个组合模块，在累加器写（存储）过程中执行常规的（有偏）或收敛的（无偏）舍入功能。舍入模式由 CORCON 寄存器中 RND 位的状态决定。它会产生一个 16 位的 1.15 数据值，该值被送到数据空间写饱和逻辑。如果指令不指明舍入，就会存储一个截取的 1.15 数据值，简单地丢弃低位字。

常规舍入取累加器的 bit 15，对它进行零扩展并将扩展后的值加到 ACCxH 字（累加器的 bit 16 到 bit 31）。

- 如果 ACCxL 字（累加器的 bit 0 到 bit 15）在 0x8000 和 0xFFFF 之间（包括 0x8000），则 ACCxH 递增 1。
- 如果 ACCxL 在 0x0000 和 0x7FFF 之间，则 ACCxH 不变。

此算法的结果经过一系列随机舍入操作，值会稍稍偏大（正偏）。

除非 ACCxL 等于 0x8000，否则收敛的（或无偏）舍入操作方式与常规舍入相同。在这种情况下，要对 ACCxH 的最低位（累加器的 bit 16）进行检测：

- 如果它为 1，ACCxH 递增 1。
- 如果它为 0，ACCxH 不变。

假设 bit 16 本身是随机的，这样的机制将消除任何可能累加的舍入偏差。

通过 X 总线，SAC 和 SAC.R 指令将目标累加器内容的截取（SAC）或舍入（SAC.R）形式存入数据存储空间（这受数据饱和的影响，请参见第 2.7.3.2 节“数据空间写饱和”）。对于 MAC 类指令，累加器回写操作将以同样的方式进行，通过 X 总线寻址组合的 MCU（X 和 Y）数据空间。对于此类指令，数据始终要进行舍入。

2.7.3.2 数据空间写饱和

除了加法器 / 减法器饱和，对数据空间进行写操作也会饱和，但不会影响源累加器的内容。数据空间写饱和逻辑模块接受来自舍入逻辑块的一个 16 位的 1.15 小数值作为输入，还接受来自源（累加器）和 16 位舍入加法器的溢出状态。这些输入经过组合用来选择适当的 1.15 小数值作为输出，写入数据存储空间中。

如果 CORCON 寄存器中的 SATDW 位置 1，将检测（经过舍入或截取后的）数据是否溢出，并进行相应的调整。

- 如果输入数据大于 0x007FFF，则写入存储器中的数据被强制为最大的正 1.15 值，0x7FFF。
- 如果输入数据小于 0xFF8000，则写入存储器中的数据被强制为最小的负 1.15 值，0x8000。

源累加器的最高位（bit 39）用来决定被检测的操作数的符号。

如果 CORCON 寄存器中的 SATDW 位没有置 1，则输入数据都将通过，在任何情况下都不会被修改。

2.7.4 桶形移位寄存器

桶形移位寄存器在单个周期内可将数据算术或逻辑右移或左移最多 16 位。源操作数可以是两个 DSP 累加器中的任何一个或 X 总线（支持寄存器或存储器中数据的多位移位）。

移位寄存器需要一个有符号二进制值，用来确定移位操作的幅度（位数）和方向。正值将操作数右移。负值则将操作数左移。值为 0 则不改变操作数。

桶形移位寄存器为 40 位宽，于是，它为 DSP 移位操作提供了 40 位的结果，而为 MCU 移位操作提供 16 位的结果。来自 X 总线的数据在桶形移位寄存器中的存放方式是：右移则数据存放在 bit 16 到 bit 31，左移则存放在 bit 0 到 bit 15。

3.0 存储器构成

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 4 章 程序存储器”（DS70202A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 架构具有独立的程序和存储数据存储空间以及总线。这一架构同时还允许在代码执行过程中从数据空间直接访问程序存储器。

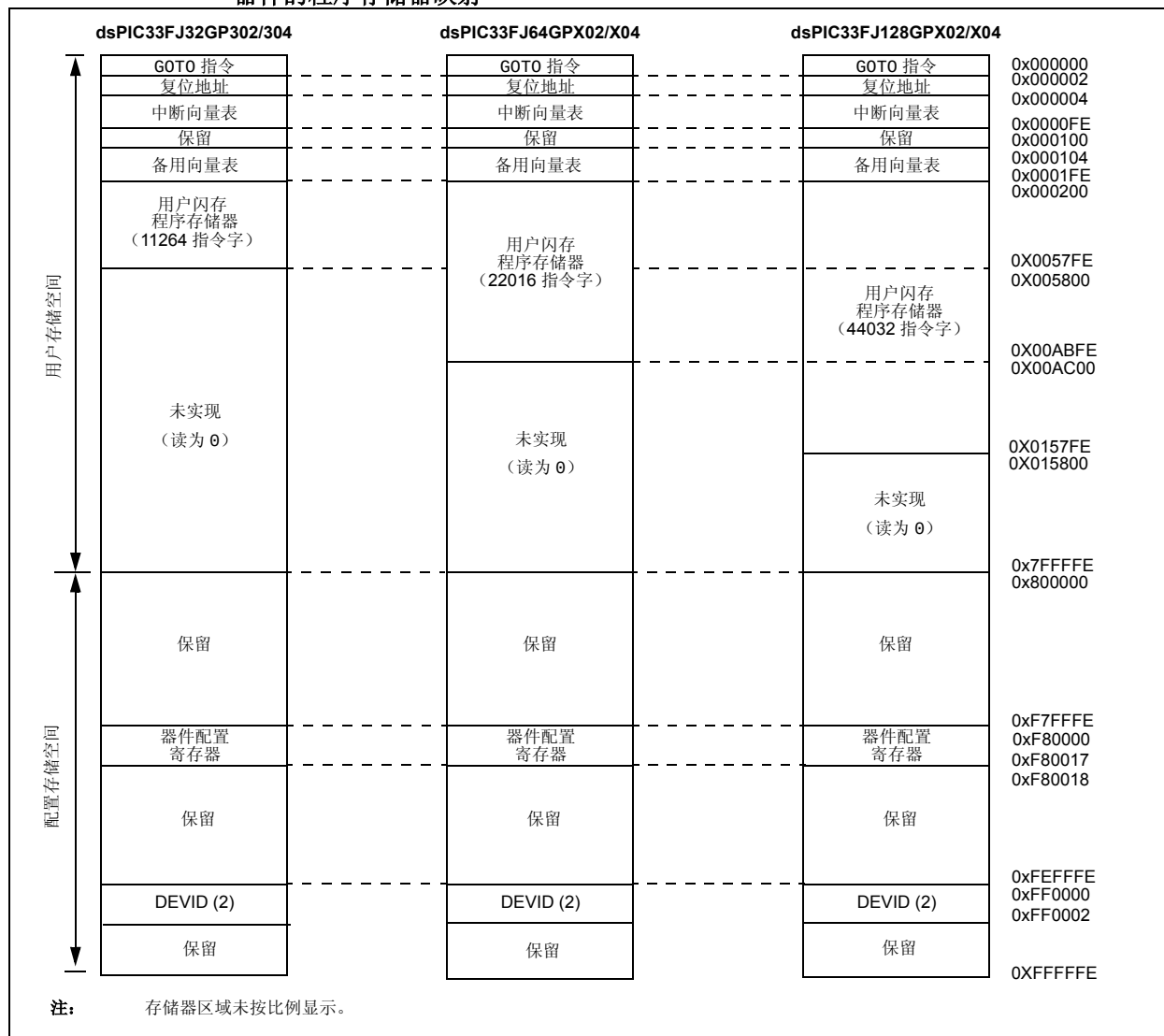
3.1 程序地址空间

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件的程序存储空间可存储 4M 个指令字。可通过由程序执行过程中 23 位程序计数器（PC）和第 3.6 节“程序存储空间与数据存储空间的接口”中所述的表操作或数据空间重映射得到的 24 位值寻址这一空间。

用户只能访问程序存储空间的低半地址部分（地址范围为 0x000000 至 0x7FFFFFFF）。使用 TBLRD/TBLWT 指令时，情况有所不同，这两条指令采用 TBLPAG<7> 以允许访问配置存储空间中的配置位和器件 ID。

图 3-1 给出了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件的存储器映射情况。

图 3-1: dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件的程序存储器映射



3.1.1 程序存储器构成

程序存储空间由可字寻址的块构成。虽然它被视为24位宽，但将程序存储器的每个地址视作一个低位字和一个高位字的组合更加合理，其中高位字的高字节部分没有实现。低位字的地址始终为偶数，而高位字的地址为奇数（图 3-2）。

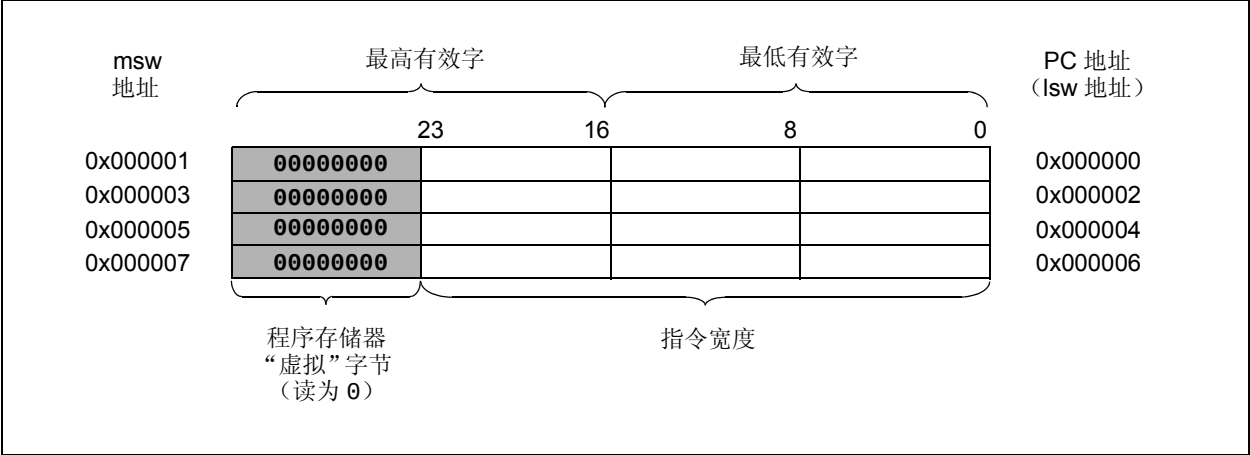
程序存储器地址始终在低位字处按字对齐，并且在代码执行过程中地址将递增或递减 2。这种寻址模式与数据存储空间寻址兼容，且为访问程序存储空间中的数据提供了可能。

3.1.2 中断和陷阱向量

所有 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件中从 0x00000 到 0x000200 之间的地址空间都是保留的，用来存储硬编码的程序执行向量。提供了一个硬件复位向量将代码执行从器件复位时 PC 的默认值重新定位到代码实际起始处。用户可在地址 0x000000 处编写一条 GOTO 指令以将代码的实际起始地址设置为 0x000002。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件也具有两个中断向量表，地址分别为从 0x000004 到 0x0000FF 和 0x000100 到 0x0001FF。这两个向量表允许使用不同的中断服务程序（Interrupt Service Routines, ISR）处理每个器件中断源。关于中断向量表更详细的讨论，请参见第 6.1 节“中断向量表”。

图 3-2: 程序存储器构成



3.2 数据地址空间

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 CPU 具有独立的 16 位宽数据存储空间。使用独立的地址发生单元 (AGU) 对数据空间执行读写操作。数据存储器映射如图 3-4 所示。

数据存储空间中的所有有效地址 (Effective Adresse, EA) 均为 16 位宽, 并且指向数据空间内的字节。这种构成方式使得数据空间的地址范围为 64 KB 或 32K 字。数据存储空间的低半地址部分 (即当 $EA<15> = 0$ 时) 用作实现的存储单元, 而高半地址部分 ($EA<15> = 1$) 则保留为程序空间可视性 (Program Space Visibility, PSV) 区域 (见第 3.6.3 节 “使用程序空间可视性读程序存储器中的数据”)。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件共实现了最大 16 KB 的数据存储空间。如果 EA 指向了该区域以外的存储单元, 则将返回一个全零的字或字节。

3.2.1 数据空间宽度

数据存储空间组织为可字节寻址的 16 位宽的块。在数据存储器中的寄存器中的数据是以 16 位字为单位对齐的, 但所有数据空间 EA 都将解析为字节。每个字的低字节 (Least Significant Byte, LSB) 部分具有偶地址, 而高字节 (Most Significant Byte, MSB) 部分则具有奇地址。

3.2.2 数据存储器构成和对齐方式

为维持与 PIC®MCU 器件的后向兼容性和提高数据存储空间的使用效率, dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 指令集同时支持字和字节操作。字节访问会在内部对按字对齐的存储空间的所有有效地址进行计算调整。例如, 对于执行后修改寄存器间接寻址模式 [Ws++] 的结果, 字节操作时, 内核将其识别为值 $Ws + 1$, 而字操作时, 内核将其识别为值 $Ws + 2$ 。

使用任何 EA 的 LSB 来确定要选取的字节, 数据字节读取将读取包含字节的整个字。选定的字节被放在数据总线的 LSB 处。这就是说, 数据存储器中的寄存器被组织为两个并行的字节宽的实体, 它们共享 (字) 地址译码, 但写入线独立。数据字节写操作只写入阵列或寄存器中与字节地址匹配的那一侧。

所有字访问必须按偶地址对齐。不支持不对齐的字数据取操作, 所以在混合字节和字操作时, 或者从 8 位 MCU 代码移植时, 必须要小心。如果试图进行不对齐的读或写操作, 将产生地址错误陷阱。如果在读操作时产生错误, 正在执行的指令将完成; 而如果在写操作时产生错误, 指令仍将执行, 但不会进行写入。无论是哪种情况都将执行陷阱, 从而允许系统和 / 或用户应用程序能够检查地址错误发生之前的机器状态。

所有装入 W 寄存器的字节都将装入 W 寄存器的低字节 (LSB), W 寄存器的高字节 (MSB) 不变。

提供了一条符号扩展 (SE) 指令, 允许用户应用程序把 8 位有符号数据转换为 16 位有符号值。或者, 对于 16 位无符号数据, 用户应用程序可以通过在适当地址处执行一条零扩展 (ZE) 指令清零任何 W 寄存器的 MSB。

3.2.3 SFR 空间

Near 数据空间的前 2 KB 存储单元 (从 0x0000 到 0x07FF) 主要被特殊功能寄存器 (Special Function Registers, SFR) 占用。dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 内核和外设模块使用这些寄存器来控制器件的工作。

SFR 分布在受其控制的模块中, 通常一个模块会使用一组 SFR。大部分 SFR 空间包含未用的存储单元; 它们读为 0。

注: 不同器件的实际外设功能集和中断也各不相同。关于特定器件的信息, 请参见相应器件的数据表和引脚图。

3.2.4 NEAR 数据空间

在 0x0000 和 0x1FFF 之间的 8 KB 的区域被称为 near 数据空间。可以使用所有存储器直接寻址指令中的 13 位绝对地址字段直接寻址这一空间中的存储单元。此外, 还可以使用 MOV 指令寻址整个数据空间, 支持使用 16 位地址字段的存储器直接寻址模式或使用工作寄存器作为地址指针的间接寻址模式。

图 3-3: 带有 4 KB RAM 的 dsPIC33FJ32GP302/304 器件的数据存储器映射

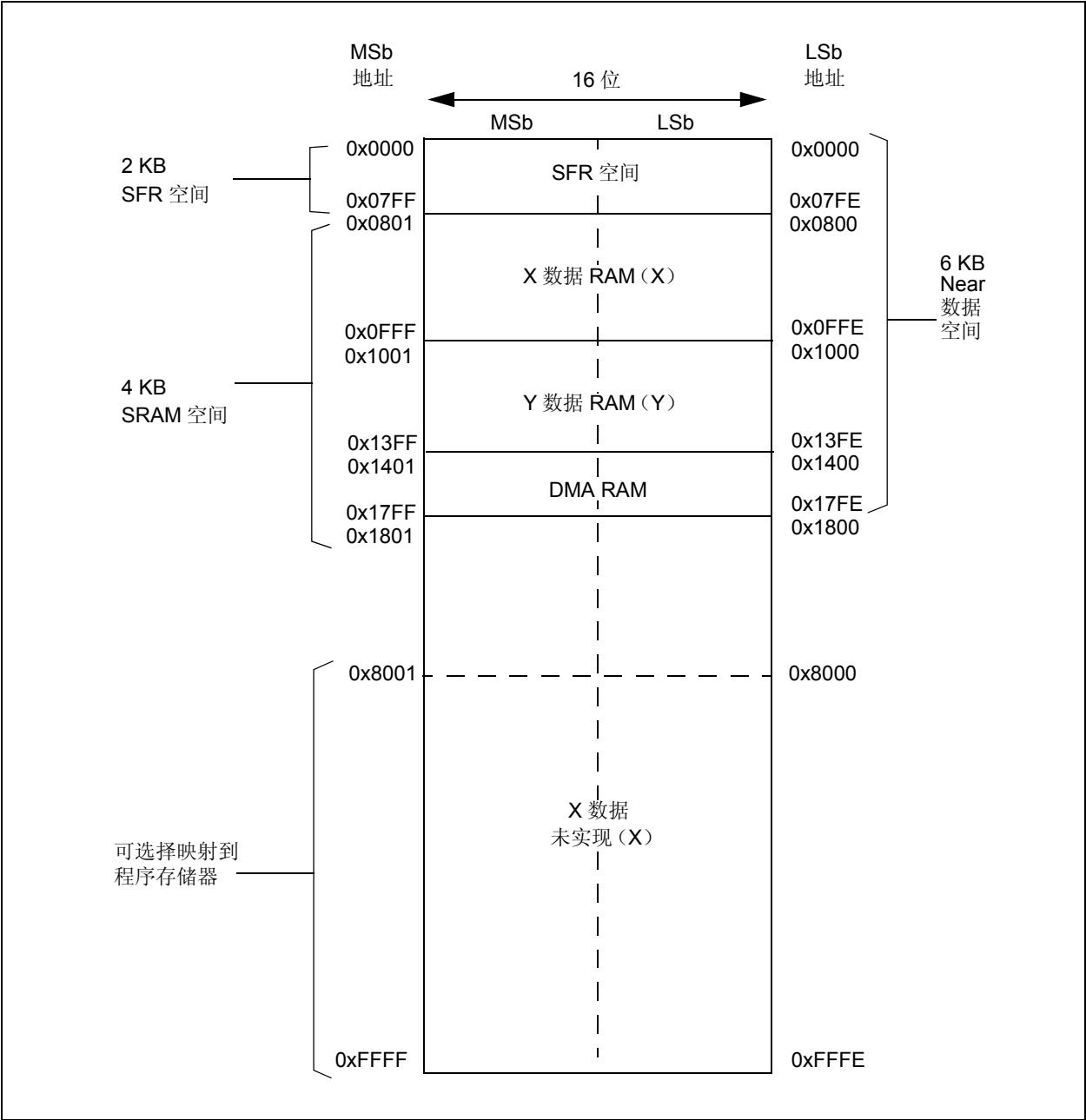


图 3-4: 带有 8 KB RAM 的 dsPIC33FJ128GP202/204 和 dsPIC33FJ64GP202/204 器件的数据存储器映射

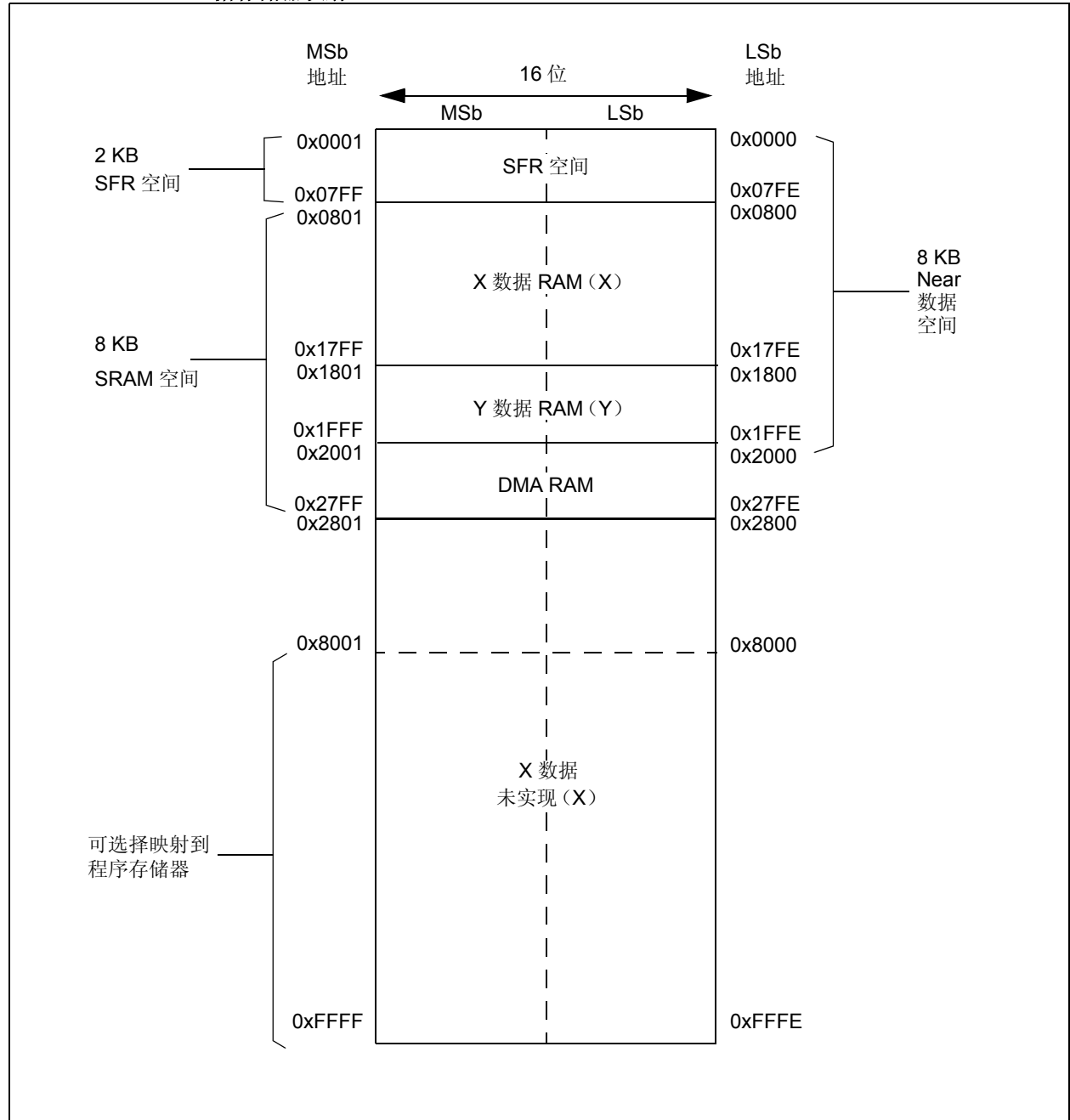
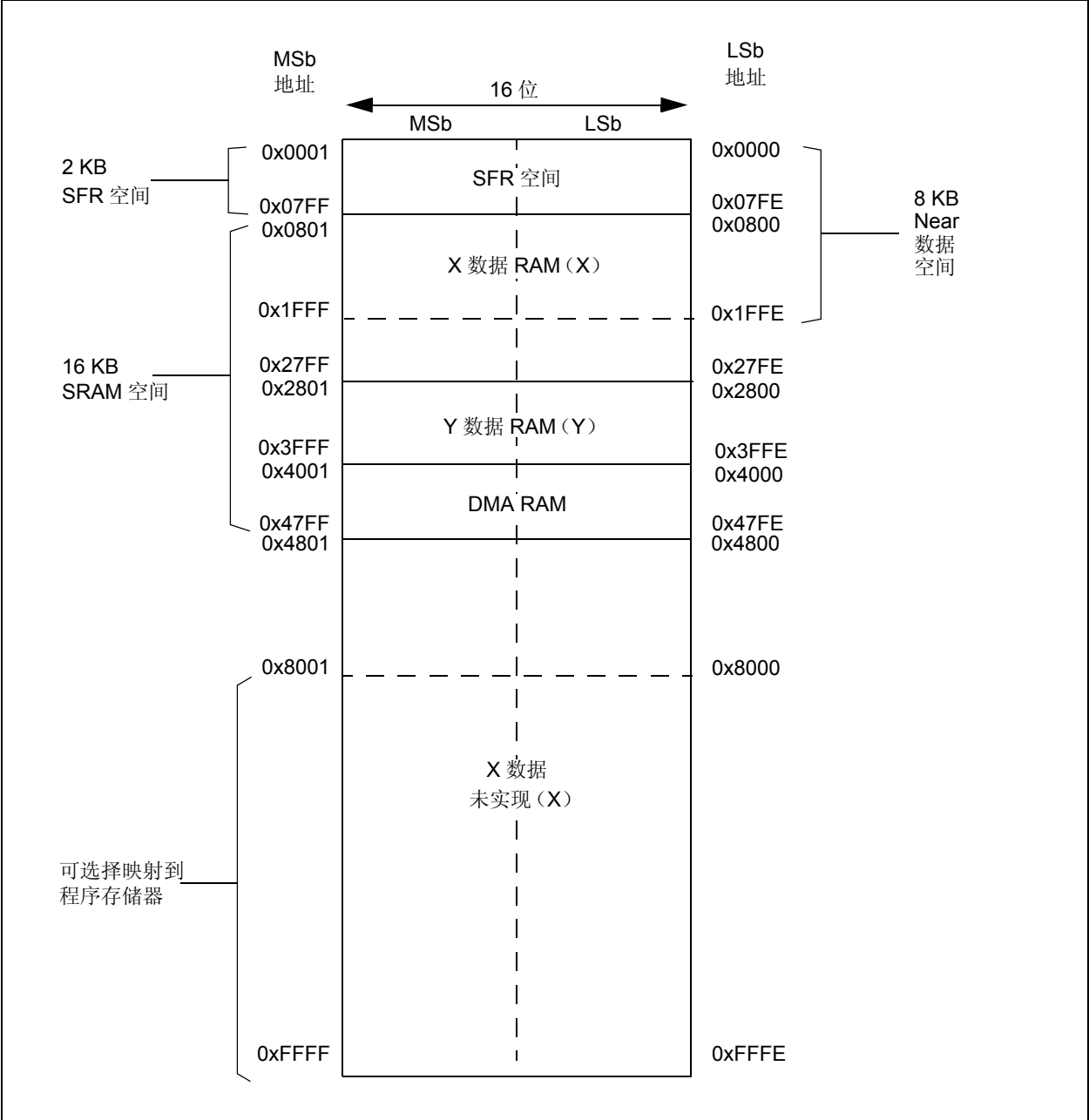


图 3-5: 带有 16 KB RAM 的 dsPIC33FJ128GP802/804 和 dsPIC33FJ64GP802/804 器件的数据存储器映射



3.2.5 X 和 Y 数据空间

内核有两个数据空间 X 和 Y。这些数据空间可以看作是独立的（对于一些 DSP 指令），或者看作是统一的线性地址范围（对于 MCU 指令）。使用两个地址发生单元（AGU）和独立的数据总线来访问这两个数据空间。此特性允许某些指令同时从 RAM 中取两个字，因此提高了某些 DSP 算法的执行效率，如有限冲激响应（Finite Impulse Response, FIR）滤波算法和快速傅立叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）。

X 数据空间可用于所有指令，并且支持所有寻址模式。X 数据空间的读 / 写数据总线相互独立。所有将数据空间视为组合的 X 和 Y 地址空间的指令均将 X 读数据总线作为读数据路径。X 读数据总线也可作为双操作数 DSP 指令（MAC 类）的 X 数据预取路径。

MAC 类指令（CLR、ED、EDAC、MAC、MOVSAC、MPY、MPY.N 和 MSC）将同时使用 X 数据空间和 Y 数据空间，从而提供两条可同时对数据进行读操作的路径。

X 和 Y 数据空间都支持所有指令的模寻址，但要受到寻址模式的限制。位反转寻址模式只是在写 X 数据空间时才支持。

所有数据存储器写操作（包括 DSP 指令中的数据存储器写操作）均把数据空间视为组合的 X 和 Y 地址空间。X 和 Y 数据空间的分界取决于具体的器件，且不能由用户编程。

所有有效地址均为 16 位宽并且指向数据空间内的字节。因此，数据空间地址范围为 64 KB 或 32K 字，尽管不同器件上实际实现的存储单元有所不同。

3.2.6 DMA RAM

每个 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件包含最多 2 KB 的双端口 DMA RAM，位于 Y 数据空间的末端。DMA RAM 空间中的存储单元可被 CPU 和 DMA 控制器模块同时访问。DMA 控制器使用 DMA RAM 存储使用 DMA 传输到各个外设的数据，以及使用 DMA 从各个外设传输进来的数据。DMA 控制器可以在不占用 CPU 周期的情况下访问 DMA RAM。

当 CPU 和 DMA 控制器尝试同时写同一个 DMA RAM 单元时，硬件确保 CPU 具有优先访问权。因此，DMA RAM 提供了传输 DMA 数据的可靠方式，而无需暂停 CPU。

注：	在不需要使用 DMA 功能的应用中，DMA RAM 可作为通用数据存储区使用。

表 3-1: CPU 内核寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
WREG0	0000	工作寄存器 0																0000	
WREG1	0002	工作寄存器 1																0000	
WREG2	0004	工作寄存器 2																0000	
WREG3	0006	工作寄存器 3																0000	
WREG4	0008	工作寄存器 4																0000	
WREG5	000A	工作寄存器 5																0000	
WREG6	000C	工作寄存器 6																0000	
WREG7	000E	工作寄存器 7																0000	
WREG8	0010	工作寄存器 8																0000	
WREG9	0012	工作寄存器 9																0000	
WREG10	0014	工作寄存器 10																0000	
WREG11	0016	工作寄存器 11																0000	
WREG12	0018	工作寄存器 12																0000	
WREG13	001A	工作寄存器 13																0000	
WREG14	001C	工作寄存器 14																0000	
WREG15	001E	工作寄存器 15																0000	
SPLIM	0020	堆栈指针限制寄存器																xxxx	
ACCAL	0022	ACCAL																xxxx	
ACCAH	0024	ACCAH																xxxx	
ACCAU	0026	ACCA<39>										ACCAU						xxxx	
ACCBL	0028	ACCBL																xxxx	
ACCBH	002A	ACCBH																xxxx	
ACCBU	002C	ACCB<39>										ACCBU						xxxx	
PCL	002E	程序计数器低位寄存器																xxxx	
PCH	0030	—	—	—	—	—	—	—	—	程序计数器高字节寄存器								0000	
TBLPAG	0032	—	—	—	—	—	—	—	—	表页地址指针寄存器								0000	
PSVPAG	0034	—	—	—	—	—	—	—	—	程序存储器可视性页地址指针寄存器								0000	
RCOUNT	0036	Repeat 循环计数器寄存器																xxxx	
DCOUNT	0038	DCOUNT<15:0>																xxxx	
DOSTARTL	003A	DOSTARTL<15:1>																0	xxxx
DOSTARTH	003C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOSTARTH<5:0>								00xx
DOENDL	003E	DOENDL<15:1>																0	xxxx
DOENDH	0040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DOENDH								00xx
SR	0042	OA	OB	SA	SB	OAB	SAB	DA	DC	IPL2	IPL1	IPL0	RA	N	OV	Z	C	0000	
CORCON	0044	—	—	—	US	EDT	DL<2:0>			SATA	SATB	SATDW	ACCSAT	IPL3	PSV	RND	IF	0000	
MODCON	0046	XMODEN	YMODEN	—	—	BWM<3:0>				YWM<3:0>				XWM<3:0>				0000	

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-1: CPU 内核寄存器映射 (续)

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
XMODSRT	0048	XS<15:1>																0	xxxx
XMODEND	004A	XE<15:1>																1	xxxx
YMODSRT	004C	YS<15:1>																0	xxxx
YMODEND	004E	YE<15:1>																1	xxxx
XBREV	0050	BREN	XB<14:0>															xxxx	
DISICNT	0052	—	—	禁止中断计数器寄存器														xxxx	

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-2: dsPIC33FJ128GP202/802、dsPIC33FJ64GP202/802 和 dsPIC33FJ32GP302 的电平变化通知寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
CNEN1	0060	CN15IE	CN14IE	CN13IE	CN12IE	CN11IE	—	—	—	CN7IE	CN6IE	CN5IE	CN4IE	CN3IE	CN2IE	CN1IE	CN0IE	0000
CNEN2	00C2	—	CN30IE	CN29IE	—	CN27IE	—	—	CN24IE	CN23IE	CN22IE	CN21IE	—	—	—	—	CN16IE	0000
CNPU1	0068	CN15PUE	CN14PUE	CN13PUE	CN12PUE	CN11PUE	—	—	—	CN7PUE	CN6PUE	CN5PUE	CN4PUE	CN3PUE	CN2PUE	CN1PUE	CN0PUE	0000
CNPU2	006A	—	CN30PUE	CN29PUE	—	CN27PUE	—	—	CN24PUE	CN23PUE	CN22PUE	CN21PUE	—	—	—	—	CN16PUE	0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-3: dsPIC33FJ128GP204/804、dsPIC33FJ64GP204/804 和 dsPIC33FJ32GP304 的电平变化通知寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
CNEN1	0060	CN15IE	CN14IE	CN13IE	CN12IE	CN11IE	CN10IE	CN9IE	CN8IE	CN7IE	CN6IE	CN5IE	CN4IE	CN3IE	CN2IE	CN1IE	CN0IE	0000
CNEN2	00C2	—	CN30IE	CN29IE	CN28IE	CN27IE	CN26IE	CN25IE	CN24IE	CN23IE	CN22IE	CN21IE	CN20IE	CN19IE	CN18IE	CN17IE	CN16IE	0000
CNPU1	0068	CN15PUE	CN14PUE	CN13PUE	CN12PUE	CN11PUE	CN10PUE	CN9PUE	CN8PUE	CN7PUE	CN6PUE	CN5PUE	CN4PUE	CN3PUE	CN2PUE	CN1PUE	CN0PUE	0000
CNPU2	006A	—	CN30PUE	CN29PUE	CN28PUE	CN27PUE	CN26PUE	CN25PUE	CN24PUE	CN23PUE	CN22PUE	CN21PUE	CN20PUE	CN19PUE	CN18PUE	CN17PUE	CN16PUE	0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-4: 中断控制器寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
INTCON1	0080	NSTDIS	OVAERR	OVBERR	COVAERR	COVBERR	OVATE	OVBTE	COVTE	SFTACERR	DIV0ERR	DMACERR	MATHERR	ADDRERR	STKERR	OSCFAIL	—	0000	
INTCON2	0082	ALTIVT	DISI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	INT2EP	INT1EP	INT0EP	0000	
IFS0	0084	—	DMA1IF	AD1IF	U1TXIF	U1RXIF	SPI1IF	SPI1EIF	T3IF	T2IF	OC2IF	IC2IF	DMA0IF	T1IF	OC1IF	IC1IF	INT0IF	0000	
IFS1	0086	U2TXIF	U2RXIF	INT2IF	T5IF	T4IF	OC4IF	OC3IF	DMA2IF	IC8IF	IC7IF	—	INT1IF	CNIF	CMIF	MI2C1IF	SI2C1IF	0000	
IFS2	0088	—	DMA4IF	PMPIF	—	—	—	—	—	—	—	—	DMA3IF	C1IF ⁽¹⁾	C1RXIF ⁽¹⁾	SPI2IF	SPI2EIF	0000	
IFS3	008A	—	RTCIF	DMA5IF	DCIIF	DCIEIF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0000	
IFS4	008C	DAC1LIF ⁽²⁾	DAC1RIF ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—	—	C1TXIF ⁽¹⁾	DMA7IF	DMA6IF	CRCIF	U2EIF	U1EIF	—	0000	
IEC0	0094	—	DMA1IE	AD1IE	U1TXIE	U1RXIE	SPI1IE	SPI1EIE	T3IE	T2IE	OC2IE	IC2IE	DMA0IE	T1IE	OC1IE	IC1IE	INT0IE	0000	
IEC1	0096	U2TXIE	U2RXIE	INT2IE	T5IE	T4IE	OC4IE	OC3IE	DMA2IE	IC8IE	IC7IE	—	INT1IE	CNIE	CMIE	MI2C1IE	SI2C1IE	0000	
IEC2	0098	—	DMA4IE	PMPIE	—	—	—	—	—	—	—	—	DMA3IE	C1IE ⁽¹⁾	C1RXIE ⁽¹⁾	SPI2IE	SPI2EIE	0000	
IEC3	009A	FLTA1IE	RTCIE	DMA5IE	DCIIE	DCIEIE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0000	
IEC4	009C	DAC1LIE ⁽²⁾	DAC1RIE ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—	—	C1TXIE ⁽¹⁾	DMA7IE	DMA6IE	CRCIE	U2EIE	U1EIE	—	0000	
IPC0	00A4	—	T1IP<2:0>			—	OC1IP<2:0>			—	IC1IP<2:0>			—	INT0IP<2:0>			4444	
IPC1	00A6	—	T2IP<2:0>			—	OC2IP<2:0>			—	IC2IP<2:0>			—	DMA0IP<2:0>			4444	
IPC2	00A8	—	U1RXIP<2:0>			—	SPI1IP<2:0>			—	SPI1EIP<2:0>			—	T3IP<2:0>			4444	
IPC3	00AA	—	—	—	—	—	DMA1IP<2:0>			—	AD1IP<2:0>			—	U1TXIP<2:0>			0444	
IPC4	00AC	—	CNIP<2:0>			—	CMIP<2:0>			—	MI2C1IP<2:0>			—	SI2C1IP<2:0>			4444	
IPC5	00AE	—	IC8IP<2:0>			—	IC7IP<2:0>			—	—	—	—	—	INT1IP<2:0>			4404	
IPC6	00B0	—	T4IP<2:0>			—	OC4IP<2:0>			—	OC3IP<2:0>			—	DMA2IP<2:0>			4444	
IPC7	00B2	—	U2TXIP<2:0>			—	U2RXIP<2:0>			—	INT2IP<2:0>			—	T5IP<2:0>			4444	
IPC8	00B4	—	C1IP<2:0> ⁽¹⁾			—	C1RXIP<2:0> ⁽¹⁾			—	SPI2IP<2:0>			—	SPI2EIP<2:0>			4444	
IPC9	00B6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DMA3IP<2:0>			0004	
IPC11	00BA	—	—	—	—	—	DMA4IP<2:0>			—	PMPIP<2:0>			—	—	—	—	0440	
IPC14	00C0	—	DCIIP<2:0>			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0440	
IPC15	00C2	—	—	—	—	—	RTCIP<2:0>			—	DMA5IP<2:0>			—	DCIIP<2:0>			4440	
IPC16	00C4	—	CRCIP<2:0>			—	U2EIP<2:0>			—	U1EIP<2:0>			—	—	—	—	4440	
IPC17	00C6	—	—	—	—	—	C1TXIP<2:0> ⁽¹⁾			—	DMA7IP<2:0>			—	DMA6IP<2:0>			0444	
IPC19	00CA	—	DAC1LIP<2:0> ⁽²⁾			—	DAC1RIP<2:0> ⁽²⁾			—	—	—	—	—	—	—	—	4400	
INTTREG	00E0	—	—	—	—	ILR<3:0>>				—	VECNUM<6:0>								4444

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

- 注 1: 在不具有 ECAN™ 模块的器件上被禁止的中断。
 2: 在不具有音频 DAC 模块的器件上被禁止的中断。

表 3-5: 定时器寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
TMR1	0100	Timer1 寄存器																xxxx
PR1	0102	周期寄存器 1																FFFF
T1CON	0104	TON	—	TSIDL	—	—	—	—	—	—	TGATE	TCKPS<1:0>	—	TSYNC	TCS	—	0000	
TMR2	0106	Timer2 寄存器																xxxx
TMR3HLD	0108	Timer3 保持寄存器（仅适用于 32 位定时器操作）																xxxx
TMR3	010A	Timer3 寄存器																xxxx
PR2	010C	周期寄存器 2																FFFF
PR3	010E	周期寄存器 3																FFFF
T2CON	0110	TON	—	TSIDL	—	—	—	—	—	—	TGATE	TCKPS<1:0>	T32	—	TCS	—	0000	
T3CON	0112	TON	—	TSIDL	—	—	—	—	—	—	TGATE	TCKPS<1:0>	—	—	TCS	—	0000	
TMR4	0114	Timer4 寄存器																xxxx
TMR5HLD	0116	Timer5 保持寄存器（仅适用于 32 位定时器操作）																xxxx
TMR5	0118	Timer5 寄存器																xxxx
PR4	011A	周期寄存器 4																FFFF
PR5	011C	周期寄存器 5																FFFF
T4CON	011E	TON	—	TSIDL	—	—	—	—	—	—	TGATE	TCKPS<1:0>	T32	—	TCS	—	0000	
T5CON	0120	TON	—	TSIDL	—	—	—	—	—	—	TGATE	TCKPS<1:0>	—	—	TCS	—	0000	

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-6: 输入捕捉寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
IC1BUF	0140	输入 1 捕捉寄存器																	xxxx
IC1CON	0142	—	—	ICSIDL	—	—	—	—	—	ICTMR	ICI<1:0>	ICOV	ICBNE	ICM<2:0>				0000	
IC2BUF	0144	输入 2 捕捉寄存器																	xxxx
IC2CON	0146	—	—	ICSIDL	—	—	—	—	—	ICTMR	ICI<1:0>	ICOV	ICBNE	ICM<2:0>				0000	
IC7BUF	0158	输入 7 捕捉寄存器																	xxxx
IC7CON	015A	—	—	ICSIDL	—	—	—	—	—	ICTMR	ICI<1:0>	ICOV	ICBNE	ICM<2:0>				0000	
IC8BUF	015C	输入 8 捕捉寄存器																	xxxx
IC8CON	015E	—	—	ICSIDL	—	—	—	—	—	ICTMR	ICI<1:0>	ICOV	ICBNE	ICM<2:0>				0000	

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-7: 输出比较寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
OC1RS	0180	输出比较 1 辅助寄存器																xxxx
OC1R	0182	输出比较 1 寄存器																xxxx
OC1CON	0184	—	—	OCSIDL	—	—	—	—	—	—	—	—	OCFLT	OCTSEL	OCM<2:0>			0000
OC2RS	0186	输出比较 2 辅助寄存器																xxxx
OC2R	0188	输出比较 2 寄存器																xxxx
OC2CON	018A	—	—	OCSIDL	—	—	—	—	—	—	—	—	OCFLT	OCTSEL	OCM<2:0>			0000
OC3RS	018C	输出比较 3 辅助寄存器																xxxx
OC3R	018E	输出比较 3 寄存器																xxxx
OC3CON	0190	—	—	OCSIDL	—	—	—	—	—	—	—	—	OCFLT	OCTSEL	OCM<2:0>			0000
OC4RS	0192	输出比较 4 辅助寄存器																xxxx
OC4R	0194	输出比较 4 寄存器																xxxx
OC4CON	0196	—	—	OCSIDL	—	—	—	—	—	—	—	—	OCFLT	OCTSEL	OCM<2:0>			0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-8: I2C 寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
I2C1RCV	0200	—	—	—	—	—	—	—	—	接收寄存器									0000
I2C1TRN	0202	—	—	—	—	—	—	—	—	发送寄存器									00FF
I2C1BRG	0204	—	—	—	—	—	—	—	波特率发生器寄存器										0000
I2C1CON	0206	I2CEN	—	I2CSIDL	SCLREL	IPMIEN	A10M	DISSLW	SMEN	GCEN	STREN	ACKDT	ACKEN	RCEN	PEN	RSEN	SEN	1000	
I2C1STAT	0208	ACKSTAT	TRSTAT	—	—	—	BCL	GCSTAT	ADD10	IWCOL	I2COV	D_A	P	S	R_W	RBF	TBF	0000	
I2C1ADD	020A	—	—	—	—	—	—	地址寄存器										0000	
I2C1MSK	020C	—	—	—	—	—	—	地址掩码寄存器										0000	

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-9: UART1 寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
U1MODE	0220	UARTEN	—	USIDL	IREN	RTSMO	—	UEN1	UEN0	WAKE	LPBACK	ABAUO	URXINV	BRGH	PDSEL<1:0>		STSEL	0000
U1STA	0222	UTXISEL1	UTXINV	UTXISEL0	—	UTXBRK	UTXEN	UTXBF	TRMT	URXISEL<1:0>		ADDEN	RIDLE	PERR	FERR	OERR	URXDA	0110
U1TXREG	0224	—	—	—	—	—	—	—	UTX8	UART 发送寄存器								xxxx
U1RXREG	0226	—	—	—	—	—	—	—	URX8	UART 接收寄存器								0000
U1BRG	0228	波特率发生器预分频器																0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-10: UART2 寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
U2MODE	0230	UARTEN	—	USIDL	IREN	RTSMD	—	UEN1	UEN0	WAKE	LPBACK	ABAUD	URXINV	BRGH	PDSEL<1:0>		STSEL	0000
U2STA	0232	UTXISEL1	UTXINV	UTXISEL0	—	UTXBRK	UTXEN	UTXBF	TRMT	URXISEL<1:0>		ADDEN	RIDLE	PERR	FERR	OERR	URXDA	0110
U2TXREG	0234	—	—	—	—	—	—	—	UTX8	UART 发送寄存器								xxxx
U2RXREG	0236	—	—	—	—	—	—	—	URX8	UART 接收寄存器								0000
U2BRG	0238	波特率发生器预分频器																0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-11: SPI1 寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
SPI1STAT	0240	SPIEN	—	SPISIDL	—	—	—	—	—	—	SPIROV	—	—	—	—	SPITBF	SPIRBF	0000
SPI1CON1	0242	—	—	—	DISSCK	DISSDO	MODE16	SMP	CKE	SSEN	CKP	MSTEN	SPRE<2:0>			PPRE<1:0>		0000
SPI1CON2	0244	FRMEN	SPIFSD	FRMPOL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	FRMDLY	—	0000
SPI1BUF	0248	SPI1 发送和接收缓冲寄存器																0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-12: SPI2 寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
SPI2STAT	0260	SPIEN	—	SPISIDL	—	—	—	—	—	—	SPIROV	—	—	—	—	SPITBF	SPIRBF	0000
SPI2CON1	0262	—	—	—	DISSCK	DISSDO	MODE16	SMP	CKE	SSEN	CKP	MSTEN	SPRE<2:0>			PPRE<1:0>		0000
SPI2CON2	0264	FRMEN	SPIFSD	FRMPOL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	FRMDLY	—	0000
SPI2BUF	0268	SPI2 发送和接收缓冲寄存器																0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-13: dsPIC33FJ64GP202/802、dsPIC33FJ128GP202/802 和 dsPIC33FJ32GP302 的 ADC1 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
ADC1BUF0	0300	ADC 数据缓冲器 0																xxxx
AD1CON1	0320	ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>		SSRC<2:0>			—	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE	0000
AD1CON2	0322	VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>		BUFS	—	SMPI<3:0>				BUFM	ALTS	0000
AD1CON3	0324	ADRC	—	—	SAMC<4:0>					—	—	ADCS<7:0>					0000	
AD1CHS123	0326	—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB	—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA	0000
AD1CHS0	0328	CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>					CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>					0000
AD1PCFGL	032C	—	—	—	PCFG12	PCFG11	PCFG10	PCFG9	—	—	—	PCFG5	PCFG4	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	0000
AD1CSSL	0330	—	—	—	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	—	—	—	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0	0000
AD1CON4	0332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DMABL<2:0>			0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-14: dsPIC33FJ64GP204/804、dsPIC33FJ128GP204/804 和 dsPIC33FJ32GP304 的 ADC1 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
ADC1BUF0	0300	ADC 数据缓冲器 0																	xxxx
AD1CON1	0320	ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>		SSRC<2:0>			—	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE	0000	
AD1CON2	0322	VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>		BUFS	—	SMPI<3:0>				BUFM	ALTS	0000	
AD1CON3	0324	ADRC	—	—	SAMC<4:0>					—	—	ADCS<7:0>						0000	
AD1CHS123	0326	—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB	—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA	0000	
AD1CHS0	0328	CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>					CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>					0000	
AD1PCFGL	032C	—	—	—	PCFG12	PCFG11	PCFG10	PCFG9	PCFG8	PCFG7	PCFG6	PCFG5	PCFG4	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	0000	
AD1CSSL	0330	—	—	—	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	CSS8	CSS7	CSS6	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0	0000	
AD1CON4	0332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DMABL<2:0>			0000	

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-15: dsPIC33FJ128GP802/804 和 dsPIC33FJ64GP802/804 的 DAC1 寄存器映射

SFR 名称	SFR 地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
DAC1CON	03F0	DACEN	—	DACSIDL	AMPON	—	—	—	FORM	—	DACFDIV<6:0>							0000
DAC1STAT	03F2	LOEN	—	LMVOEN	—	—	LITYPE	LFULL	LEMPY	ROEN	—	RMVOEN	—	—	RITYPE	RFULL	REMPY	0000
DAC1DFLT	03F4	DAC1DFLT<15:0>																0000
DAC1RDAT	03F6	DAC1RDAT<15:0>																0000
DAC1LDAT	03F8	DAC1LDAT<15:0>																0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-16: DMA 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
DMA0CON	0380	CHEN	SIZE	DIR	HALF	NULLW	—	—	—	—	—	AMODE<1:0>		—	—	MODE<1:0>		0000	
DMA0REQ	0382	FORCE	—	—	—	—	—	—	—	—	IRQSEL<6:0>								0000
DMA0STA	0384	STA<15:0>																	0000
DMA0STB	0386	STB<15:0>																	0000
DMA0PAD	0388	PAD<15:0>																	0000
DMA0CNT	038A	—	—	—	—	—	—	CNT<9:0>											0000
DMA1CON	038C	CHEN	SIZE	DIR	HALF	NULLW	—	—	—	—	—	AMODE<1:0>		—	—	MODE<1:0>		0000	
DMA1REQ	038E	FORCE	—	—	—	—	—	—	—	—	IRQSEL<6:0>								0000
DMA1STA	0390	STA<15:0>																	0000
DMA1STB	0392	STB<15:0>																	0000
DMA1PAD	0394	PAD<15:0>																	0000
DMA1CNT	0396	—	—	—	—	—	—	CNT<9:0>											0000
DMA2CON	0398	CHEN	SIZE	DIR	HALF	NULLW	—	—	—	—	—	AMODE<1:0>		—	—	MODE<1:0>		0000	
DMA2REQ	039A	FORCE	—	—	—	—	—	—	—	—	IRQSEL<6:0>								0000
DMA2STA	039C	STA<15:0>																	0000
DMA2STB	039E	STB<15:0>																	0000
DMA2PAD	03A0	PAD<15:0>																	0000
DMA2CNT	03A2	—	—	—	—	—	—	CNT<9:0>											0000
DMA3CON	03A4	CHEN	SIZE	DIR	HALF	NULLW	—	—	—	—	—	AMODE<1:0>		—	—	MODE<1:0>		0000	
DMA3REQ	03A6	FORCE	—	—	—	—	—	—	—	—	IRQSEL<6:0>								0000
DMA3STA	03A8	STA<15:0>																	0000
DMA3STB	03AA	STB<15:0>																	0000
DMA3PAD	03AC	PAD<15:0>																	0000
DMA3CNT	03AE	—	—	—	—	—	—	CNT<9:0>											0000
DMA4CON	03B0	CHEN	SIZE	DIR	HALF	NULLW	—	—	—	—	—	AMODE<1:0>		—	—	MODE<1:0>		0000	
DMA4REQ	03B2	FORCE	—	—	—	—	—	—	—	—	IRQSEL<6:0>								0000
DMA4STA	03B4	STA<15:0>																	0000
DMA4STB	03B6	STB<15:0>																	0000
DMA4PAD	03B8	PAD<15:0>																	0000
DMA4CNT	03BA	—	—	—	—	—	—	CNT<9:0>											0000
DMA5CON	03BC	CHEN	SIZE	DIR	HALF	NULLW	—	—	—	—	—	AMODE<1:0>		—	—	MODE<1:0>		0000	
DMA5REQ	03BE	FORCE	—	—	—	—	—	—	—	—	IRQSEL<6:0>								0000
DMA5STA	03C0	STA<15:0>																	0000
DMA5STB	03C2	STB<15:0>																	0000

图注: — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-16: DMA 寄存器映射 (续)

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
DMA5PAD	03C4	PAD<15:0>																0000	
DMA5CNT	03C6	—	—	—	—	—	—	CNT<9:0>										0000	
DMA6CON	03C8	CHEN	SIZE	DIR	HALF	NULLW	—	—	—	—	—	AMODE<1:0>		—	—	MODE<1:0>		0000	
DMA6REQ	03CA	FORCE	—	—	—	—	—	—	—	—	IRQSEL<6:0>								0000
DMA6STA	03CC	STA<15:0>																0000	
DMA6STB	03CE	STB<15:0>																0000	
DMA6PAD	03D0	PAD<15:0>																0000	
DMA6CNT	03D2	—	—	—	—	—	—	CNT<9:0>										0000	
DMA7CON	03D4	CHEN	SIZE	DIR	HALF	NULLW	—	—	—	—	—	AMODE<1:0>		—	—	MODE<1:0>		0000	
DMA7REQ	03D6	FORCE	—	—	—	—	—	—	—	—	IRQSEL<6:0>								0000
DMA7STA	03D8	STA<15:0>																0000	
DMA7STB	03DA	STB<15:0>																0000	
DMA7PAD	03DC	PAD<15:0>																0000	
DMA7CNT	03DE	—	—	—	—	—	—	CNT<9:0>										0000	
DMACS0	03E0	PWCOL7	PWCOL6	PWCOL5	PWCOL4	PWCOL3	PWCOL2	PWCOL1	PWCOL0	XWCOL7	XWCOL6	XWCOL5	XWCOL4	XWCOL3	XWCOL2	XWCOL1	XWCOL0	0000	
DMACS1	03E2	—	—	—	—	LSTCH<3:0>				PPST7	PPST6	PPST5	PPST4	PPST3	PPST2	PPST1	PPST0	0000	
DSADR	03E4	DSADR<15:0>																0000	

图注: — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-17: 当 C1CTRL1.WIN = 0 或 1 时的 ECAN1 寄存器映射 (对于 dsPIC33FJ128GP802/804 和 dsPIC33FJ64GP802/804)

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
C1CTRL1	0400	—	—	CSIDL	ABAT	CANCKS	REQOP<2:0>			OPMODE<2:0>			—	CANCAP	—	—	WIN	0480
C1CTRL2	0402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DNCNT<4:0>					0000
C1VEC	0404	—	—	—	FILHIT<4:0>					—	ICODE<6:0>							0000
C1FCTRL	0406	DMABS<2:0>			—	—	—	—	—	—	—	—	FSA<4:0>					0000
C1FIFO	0408	—	—	FBP<5:0>						—	—	FNRB<5:0>						0000
C1INTF	040A	—	—	TXBO	TXBP	RXBP	TXWAR	RXWAR	EWARN	IVRIF	WAKIF	ERRIF	—	FIFOIF	RBOVIF	RBIF	TBIF	0000
C1INTE	040C	—	—	—	—	—	—	—	—	IVRIE	WAKIE	ERRIE	—	FIFOIE	RBOVIE	RBIE	TBIE	0000
C1EC	040E	TERRCNT<7:0>								RERRCNT<7:0>								0000
C1CFG1	0410	—	—	—	—	—	—	—	—	SJW<1:0>		BRP<5:0>						0000
C1CFG2	0412	—	WAKFIL	—	—	—	SEG2PH<2:0>			SEG2PHTS	SAM	SEG1PH<2:0>			PRSEG<2:0>			0000
C1FEN1	0414	FLTEN15	FLTEN14	FLTEN13	FLTEN12	FLTEN11	FLTEN10	FLTEN9	FLTEN8	FLTEN7	FLTEN6	FLTEN5	FLTEN4	FLTEN3	FLTEN2	FLTEN1	FLTEN0	FFFF
C1FMSKSEL1	0418	F7MSK<1:0>		F6MSK<1:0>		F5MSK<1:0>		F4MSK<1:0>		F3MSK<1:0>		F2MSK<1:0>		F1MSK<1:0>		F0MSK<1:0>		0000
C1FMSKSEL2	041A	F15MSK<1:0>		F14MSK<1:0>		F13MSK<1:0>		F12MSK<1:0>		F11MSK<1:0>		F10MSK<1:0>		F9MSK<1:0>		F8MSK<1:0>		0000

图注: — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-18: 当 C1CTRL1.WIN = 0 时的 ECAN1 寄存器映射 (对于 dsPIC33FJ128GP802/804 和 dsPIC33FJ64GP802/804)

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
	0400-041E	请参见当 WIN = x 时的定义																
C1RXFUL1	0420	RXFUL15	RXFUL14	RXFUL13	RXFUL12	RXFUL11	RXFUL10	RXFUL9	RXFUL8	RXFUL7	RXFUL6	RXFUL5	RXFUL4	RXFUL3	RXFUL2	RXFUL1	RXFUL0	0000
C1RXFUL2	0422	RXFUL31	RXFUL30	RXFUL29	RXFUL28	RXFUL27	RXFUL26	RXFUL25	RXFUL24	RXFUL23	RXFUL22	RXFUL21	RXFUL20	RXFUL19	RXFUL18	RXFUL17	RXFUL16	0000
C1RXOVF1	0428	RXOVF15	RXOVF14	RXOVF13	RXOVF12	RXOVF11	RXOVF10	RXOVF9	RXOVF8	RXOVF7	RXOVF6	RXOVF5	RXOVF4	RXOVF3	RXOVF2	RXOVF1	RXOVF0	0000
C1RXOVF2	042A	RXOVF31	RXOVF30	RXOVF29	RXOVF28	RXOVF27	RXOVF26	RXOVF25	RXOVF24	RXOVF23	RXOVF22	RXOVF21	RXOVF20	RXOVF19	RXOVF18	RXOVF17	RXOVF16	0000
C1TR01CON	0430	TXEN1	TXABT1	TXLARB1	TXERR1	TXREQ1	RTREN1	TX1PRI<1:0>		TXEN0	TXABT0	TXLARB0	TXERR0	TXREQ0	RTREN0	TX0PRI<1:0>		0000
C1TR23CON	0432	TXEN3	TXABT3	TXLARB3	TXERR3	TXREQ3	RTREN3	TX3PRI<1:0>		TXEN2	TXABT2	TXLARB2	TXERR2	TXREQ2	RTREN2	TX2PRI<1:0>		0000
C1TR45CON	0434	TXEN5	TXABT5	TXLARB5	TXERR5	TXREQ5	RTREN5	TX5PRI<1:0>		TXEN4	TXABT4	TXLARB4	TXERR4	TXREQ4	RTREN4	TX4PRI<1:0>		0000
C1TR67CON	0436	TXEN7	TXABT7	TXLARB7	TXERR7	TXREQ7	RTREN7	TX7PRI<1:0>		TXEN6	TXABT6	TXLARB6	TXERR6	TXREQ6	RTREN6	TX6PRI<1:0>		0000
C1RXD	0440	接收到的数据字																xxxx
C1TXD	0442	待发送的数据字																xxxx

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-19: 当 C1CTRL1.WIN = 1 时的 ECAN1 寄存器映射 (对于 dsPIC33FJ128GP802/804 和 dsPIC33FJ64GP802/804)

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
	0400-041E	请参见当 WIN = x 时的定义																
C1BUFPNT1	0420	F3BP<3:0>				F2BP<3:0>				F1BP<3:0>				F0BP<3:0>				0000
C1BUFPNT2	0422	F7BP<3:0>				F6BP<3:0>				F5BP<3:0>				F4BP<3:0>				0000
C1BUFPNT3	0424	F11BP<3:0>				F10BP<3:0>				F9BP<3:0>				F8BP<3:0>				0000
C1BUFPNT4	0426	F15BP<3:0>				F14BP<3:0>				F13BP<3:0>				F12BP<3:0>				0000
C1RXM0SID	0430	SID<10:3>								SID<2:0>			—	MIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXM0EID	0432	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXM1SID	0434	SID<10:3>								SID<2:0>			—	MIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXM1EID	0436	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXM2SID	0438	SID<10:3>								SID<2:0>			—	MIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXM2EID	043A	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF0SID	0440	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF0EID	0442	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF1SID	0444	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF1EID	0446	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF2SID	0448	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF2EID	044A	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF3SID	044C	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF3EID	044E	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF4SID	0450	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF4EID	0452	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF5SID	0454	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF5EID	0456	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF6SID	0458	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF6EID	045A	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF7SID	045C	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF7EID	045E	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF8SID	0460	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF8EID	0462	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF9SID	0464	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF9EID	0466	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF10SID	0468	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx
C1RXF10EID	046A	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF11SID	046C	SID<10:3>								SID<2:0>			—	EXIDE	—	EID<17:16>		xxxx

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-19: 当 C1CTRL1.WIN = 1 时的 ECAN1 寄存器映射 (对于 dsPIC33FJ128GP802/804 和 dsPIC33FJ64GP802/804) (续)

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
C1RXF11EID	046E	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF12SID	0470	SID<10:3>								SID<2:0>		—	EXIDE	—	EID<17:16>			xxxx
C1RXF12EID	0472	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF13SID	0474	SID<10:3>								SID<2:0>		—	EXIDE	—	EID<17:16>			xxxx
C1RXF13EID	0476	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF14SID	0478	SID<10:3>								SID<2:0>		—	EXIDE	—	EID<17:16>			xxxx
C1RXF14EID	047A	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx
C1RXF15SID	047C	SID<10:3>								SID<2:0>		—	EXIDE	—	EID<17:16>			xxxx
C1RXF15EID	047E	EID<15:8>								EID<7:0>								xxxx

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-20: DCI 寄存器映射

SFR 名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位状态
DCICON1	0280	DCIEN	—	DCISIDL	—	DLOOP	CSCKD	CSCKE	COFSD	UNFM	CSDOM	DJST	—	—	—	COFSM1	COFSM0	0000 0000 0000 0000
DCICON2	0282	—	—	—	—	BLEN1	BLEN0	—	COFSG<3:0>				—	WS<3:0>				0000 0000 0000 0000
DCICON3	0284	—	—	—	—	BCG<11:0>												0000 0000 0000 0000
DCISTAT	0286	—	—	—	—	SLOT3	SLOT2	SLOT1	SLOT0	—	—	—	—	ROV	RFUL	TUNF	TMPTY	0000 0000 0000 0000
TSCON	0288	TSE15	TSE14	TSE13	TSE12	TSE11	TSE10	TSE9	TSE8	TSE7	TSE6	TSE5	TSE4	TSE3	TSE2	TSE1	TSE0	0000 0000 0000 0000
RSCON	028C	RSE15	RSE14	RSE13	RSE12	RSE11	RSE10	RSE9	RSE8	RSE7	RSE6	RSE5	RSE4	RSE3	RSE2	RSE1	RSE0	0000 0000 0000 0000
RXBUF0	0290	接收缓冲器 0 数据寄存器																0000 0000 0000 0000
RXBUF1	0292	接收缓冲器 1 数据寄存器																0000 0000 0000 0000
RXBUF2	0294	接收缓冲器 2 数据寄存器																0000 0000 0000 0000
RXBUF3	0296	接收缓冲器 3 数据寄存器																0000 0000 0000 0000
TXBUF0	0298	发送缓冲器 0 数据寄存器																0000 0000 0000 0000
TXBUF1	029A	发送缓冲器 1 数据寄存器																0000 0000 0000 0000
TXBUF2	029C	发送缓冲器 2 数据寄存器																0000 0000 0000 0000
TXBUF3	029E	发送缓冲器 3 数据寄存器																0000 0000 0000 0000

图注: — = 未实现 (读为 0)。

表 3-21: 外设引脚选择输入寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
RPINR0	0680	—	—	—	INT1R<4:0>					—	—	—	—	—	—	—	—	1F00
RPINR1	0682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	INT2R<4:0>					001F
RPINR3	0686	—	—	—	T3CKR<4:0>					—	—	—	T2CKR<4:0>					1F1F
RPINR4	0688	—	—	—	T5CKR<4:0>					—	—	—	T4CKR<4:0>					1F1F
RPINR7	068E	—	—	—	IC2R<4:0>					—	—	—	IC1R<4:0>					1F1F
RPINR10	0694	—	—	—	IC8R<4:0>					—	—	—	IC7R<4:0>					1F1F
RPINR11	0696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	OCFAR<4:0>					001F
RPINR18	06A4	—	—	—	U1CTSR<4:0>					—	—	—	U1RXR<4:0>					1F1F
RPINR19	06A6	—	—	—	U2CTSR<4:0>					—	—	—	U2RXR<4:0>					1F1F
RPINR20	06A8	—	—	—	SCK1R<4:0>					—	—	—	SDI1R<4:0>					1F1F
RPINR21	06AA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SS1R<4:0>					001F
RPINR22	06AC	—	—	—	SCK2R<4:0>					—	—	—	SDI2R<4:0>					1F1F
RPINR23	06AE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SS2R<4:0>					001F
RPINR24	06B0	—	—	—	CSCKR<4:0>					—	—	—	CSDIR<4:0>					1F1F
RPINR24	06B2	—	—	—	COFSR<4:0>					—	—	—	—	—	—	—	—	001F
RPINR26 ⁽¹⁾	06B4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C1RXR<4:0>					001F

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

注 1: 该寄存器仅存在于 dsPIC33FJ128GP802/804 和 dsPIC33FJ64GP802/804 上。

表 3-22: dsPIC33FJ128GP202/802、dsPIC33FJ64GP202/802 和 dsPIC33FJ32GP302 的外设引脚选择输出寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
RPOR0	06C0	—	—	—	RP1R<4:0>				—	—	—	RP0R<4:0>						0000
RPOR1	06C2	—	—	—	RP3R<4:0>				—	—	—	RP2R<4:0>						0000
RPOR2	06C4	—	—	—	RP5R<4:0>				—	—	—	RP4R<4:0>						0000
RPOR3	06C6	—	—	—	RP7R<4:0>				—	—	—	RP6R<4:0>						0000
RPOR4	06C8	—	—	—	RP9R<4:0>				—	—	—	RP8R<4:0>						0000
RPOR5	06CA	—	—	—	RP11R<4:0>				—	—	—	RP10R<4:0>						0000
RPOR6	06CC	—	—	—	RP13R<4:0>				—	—	—	RP12R<4:0>						0000
RPOR7	06CE	—	—	—	RP15R<4:0>				—	—	—	RP14R<4:0>						0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-23: dsPIC33FJ128GP204/804、dsPIC33FJ64GP204/804 和 dsPIC33FJ32GP304 的外设引脚选择输出寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
RPOR0	06C0	—	—	—	RP1R<4:0>				—	—	—	RP0R<4:0>						0000
RPOR1	06C2	—	—	—	RP3R<4:0>				—	—	—	RP2R<4:0>						0000
RPOR2	06C4	—	—	—	RP5R<4:0>				—	—	—	RP4R<4:0>						0000
RPOR3	06C6	—	—	—	RP7R<4:0>				—	—	—	RP6R<4:0>						0000
RPOR4	06C8	—	—	—	RP9R<4:0>				—	—	—	RP8R<4:0>						0000
RPOR5	06CA	—	—	—	RP11R<4:0>				—	—	—	RP10R<4:0>						0000
RPOR6	06CC	—	—	—	RP13R<4:0>				—	—	—	RP12R<4:0>						0000
RPOR7	06CE	—	—	—	RP15R<4:0>				—	—	—	RP14R<4:0>						0000
RPOR8	06D0	—	—	—	RP17R<4:0>				—	—	—	RP16R<4:0>						0000
RPOR9	06D2	—	—	—	RP19R<4:0>				—	—	—	RP18R<4:0>						0000
RPOR10	06D4	—	—	—	RP21R<4:0>				—	—	—	RP20R<4:0>						0000
RPOR11	06D6	—	—	—	RP23R<4:0>				—	—	—	RP22R<4:0>						0000
RPOR12	06D8	—	—	—	RP25R<4:0>				—	—	—	RP24R<4:0>						0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-24: dsPIC33FJ128GP202/802、dsPIC33FJ64GP202/802 和 dsPIC33FJ32GP302 的并行主 / 从端口寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
PMCON	0600	PMPEN	—	PSIDL	ADRMUX<1:0>		PTBEEN	PTWREN	PTRDEN	CSF1	CSF0	ALP	—	CS1P	BEP	WRSP	RDSP	0000	
PMMODE	0602	BUSY	IRQM<1:0>		INCM<1:0>		MODE16	MODE<1:0>		WAITB<1:0>		WAITM<3:0>				WAITE<1:0>		0000	
PMADDR	0604	ADDR15	CS1	ADDR<13:0>														0000	
PMDOUT1		并行端口数据输出寄存器 1（缓冲器 0 和 1）																0000	
PMDOUT2		0606	并行端口数据输出寄存器 2（缓冲器 2 和 3）																0000
PMDIN1		0608	并行端口数据输入寄存器 1（缓冲器 0 和 1）																0000
PMPDIN2	060A	并行端口数据输入寄存器 2（缓冲器 2 和 3）																0000	
PMAEN	060C	—	PTEN14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	PTEN<1:0>		0000	
PMSTAT	060E	IBF	IBOV	—	—	IB3F	IB2F	IB1F	IB0F	OBE	OBUF	—	—	OB3E	OB2E	OB1E	OB0E	0000	

图注: — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-25: dsPIC33FJ128GP204/804、dsPIC33FJ64GP204/804 和 dsPIC33FJ32GP304 的并行主 / 从端口寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
PMCON	0600	PMPEN	—	PSIDL	ADRMUX<1:0>		PTBEEN	PTWREN	PTRDEN	CSF1	CSF0	ALP	—	CS1P	BEP	WRSP	RDSP	0000
PMMODE	0602	BUSY	IRQM<1:0>		INCM<1:0>		MODE16	MODE<1:0>		WAITB<1:0>		WAITM<3:0>			WAITE<1:0>			0000
PMADDR	0604	ADDR15	CS1	ADDR<13:0>														0000
PMDOUT1		并行端口数据输出寄存器 1（缓冲器 0 和 1）																0000
PMDOUT2	0606	并行端口数据输出寄存器 2（缓冲器 2 和 3）																0000
PMDIN1	0608	并行端口数据输入寄存器 1（缓冲器 0 和 1）																0000
PMPDIN2	060A	并行端口数据输入寄存器 2（缓冲器 2 和 3）																0000
PMAEN	060C	—	PTEN14	—	—	—	PTEN<10:0>											0000
PMSTAT	060E	IBF	IBOV	—	—	IB3F	IB2F	IB1F	IB0F	OBE	OBUF	—	—	OB3E	OB2E	OB1E	OB0E	0000

图注: — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-26: 实时时钟和日历寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态	
ALRMVAL	0620	基于 APTR<1:0> 的闹钟值寄存器窗口																	xxxx
ALCFGRPT	0622	ALRMEN	CHIME	AMASK<3:0>					ALRMPTR<1:0>			ARPT<7:-0>						0000	
RTCVAL	0624	基于 RTCPTR<1:0> 的 RTCC 值寄存器窗口																	xxxx
RCFGCAL	0626	RTCEN	—	RTCWREN	RTCSYNC	HALFSEC	RTCOE	RTCPTR<1:0>			CAL<7:0>						0000		

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-27: CRC 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
CRCCON	0640	—	—	CSIDL	VWORD<4:0>					CRCFUL	CRCMPT	—	CRCGO	PLEN<3:0>				0000
CRCXOR	0642	X<15:0>																0000
CRCDAT	0644	CRC 数据输入寄存器																0000
CRCWDAT	0646	CRC 结果寄存器																0000

图注: — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-28: 双比较器寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
CMCON	0630	CMIDL	—	C2EVT	C1EVT	C2EN	C1EN	C2OUTEN	C1OUTEN	C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	C2NEG	C2POS	C1NEG	C1POS	0000
CVRCON	0632	—	—	—	—	—	—	—	—	CVREN	CVROE	CVRR	CVRSS	CVR<3:0>				0000

图注: — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-29: dsPIC33FJ128GP202/802、dsPIC33FJ64GP202/802 和 dsPIC33FJ32GP302 的 PORTA 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
TRISA	02C0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0	079F
PORTA	02C2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	xxxx
LATA	02C4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LATA4	LATA3	LATA2	LATA1	LATA0	xxxx
ODCA	02C6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	xxxx

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-30: dsPIC33FJ128GP204/804、dsPIC33FJ64GP204/804 和 dsPIC33FJ32GP304 的 PORTA 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
TRISA	02C0	—	—	—	—	—	TRISA10	TRISA9	TRISA8	TRISA7	—	—	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0	079F
PORTA	02C2	—	—	—	—	—	RA10	RA9	RA8	RA7	—	—	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	xxxx
LATA	02C4	—	—	—	—	—	LATA10	LATA9	LATA8	LATA7	—	—	LATA4	LATA3	LATA2	LATA1	LATA0	xxxx
ODCA	02C6	—	—	—	—	—	ODCA10	ODCA9	ODCA8	ODCA7	—	—	—	—	—	—	—	xxxx

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-31: PORTB 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
TRISB	02C8	TRISB15	TRISB14	TRISB13	TRISB12	TRISB11	TRISB10	TRISB9	TRISB8	TRISB7	TRISB6	TRISB5	TRISB4	TRISB3	TRISB2	TRISB1	TRISB0	FFFF
PORTB	02CA	RB15	RB14	RB13	RB12	RB11	RB10	RB9	RB8	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0	xxxx
LATB	02CC	LATB15	LATB14	LATB13	LATB12	LATB11	LATB10	LATB9	LATB8	LATB7	LATB6	LATB5	LATB4	LATB3	LATB2	LATB1	LATB0	xxxx
ODCB	02CE	—	—	—	—	ODCB11	ODCB10	ODCB9	ODCB8	ODCB7	ODCB6	ODCB5	—	—	—	—	—	xxxx

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-32: dsPIC33FJ128GP204/804、dsPIC33FJ64GP204/804 和 dsPIC33FJ32GP304 的 PORTC 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
TRISC	02D0	—	—	—	—	—	—	TRISC9	TRISC8	TRISC7	TRISC6	TRISC5	TRISC4	TRISC3	TRISC2	TRISC1	TRISC0	03FF
PORTC	02D2	—	—	—	—	—	—	RC9	RC8	RC7	RC6	RC5	RC4	RC3	RC2	RC1	RC0	xxxx
LATC	02D4	—	—	—	—	—	—	LATC9	LATC8	LATC7	LATC6	LATC5	LATC4	LATC3	LATC2	LATC1	LATC0	xxxx
ODCC	02D6	—	—	—	—	—	—	ODCC9	ODCC8	ODCC7	ODCC6	ODCC5	ODCC4	ODCC3	—	—	—	xxxx

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-33: 系统控制寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
RCON	0740	TRAPR	IOPUWR	—	—	—	—	CM	VREGS	EXTR	SWR	SWDTEN	WDTO	SLEEP	IDLE	BOR	POR	xxxx ⁽¹⁾
OSCCON	0742	—	COSC<2:0>			—	NOSC<2:0>			CLKLOCK	IOLOCK	LOCK	—	CF	—	LPOSCEN	OSWEN	0300 ⁽²⁾
CLKDIV	0744	ROI	DOZE<2:0>			DOZEN	FRCDIV<2:0>			PLLPOST<1:0>		—	PLLPRE<4::0>					0040
PLLFBD	0746	—	—	—	—	—	—	—	PLLDIV<8:0>									0030
OSCTUN	0748	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TUN<5:0>						0000
ACLKCON	074A	—	—	SELCLK	AOSCMD<1:0>		APSTSCCLR<2:0>			ASRCSEL	—	—	—	—	—	—	—	0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

- 注 1: RCON 寄存器复位值取决于复位类型。
 2: OSCCON 寄存器复位值取决于 FOSC 配置位和复位类型。

表 3-34: 安全性寄存器映射⁽¹⁾

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
BSRAM	0750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IW_BSR	IR_BSR	RL_BSR	0000
SSRAM	0752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IW_SSR	IR_SSR	RL_SSR	0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

- 注 1: 该寄存器在带有 4K RAM 和 32K 闪存存储器的器件上不存在。

表 3-35: NVM 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
NVMCON	0760	WR	WREN	WRERR	—	—	—	—	—	—	ERASE	—	—	NVMOP<3:0>				0000
NVMKEY	0766	—	—	—	—	—	—	—	—	NVMKEY<7:0>								0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

表 3-36: PMD 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
PMD1	0770	T5MD	T4MD	T3MD	T2MD	T1MD	—	—	DCIMD	I2C1MD	U2MD	U1MD	SPI2MD	SPI1MD	—	C1MD	AD1MD	0000
PMD2	0772	IC8MD	IC7MD	—	—	—	—	—	IC2MD	IC1MD	—	—	—	OC4MD	OC3MD	OC2MD	OC1MD	0000
PMD3	0774	—	—	—	—	—	—	CMPMD	RTCCMD	PMPMD	CRCMD	DAC1MD	—	—	—	—	—	0000

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现 (读为 0)。复位值以十六进制显示。

3.2.7 软件堆栈

除了用作工作寄存器外，dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件中的 W15 寄存器也可用作软件堆栈指针。堆栈指针总是指向第一个可用的空字，并且从低地址向高地址方向增长。它在弹出堆栈之前递减，而在压入堆栈之后递增，如图 3-6 所示。对于任何 CALL 指令时的 PC 压栈，在压入堆栈之前，PC 的 MSb 要进行零扩展，从而确保 MSb 始终是清零的。

注： 在异常处理期间，在将 PC 压入堆栈之前，要先将 PC 的 MSb 与 SRL 寄存器组合在一起。

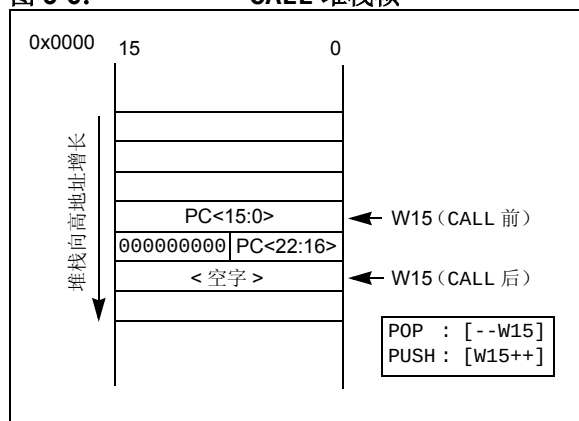
堆栈指针限制寄存器 (SPLIM) 与堆栈指针相关联，它设置堆栈上边界的值。复位时 SPLIM 不被初始化。与堆栈指针的情况一样，SPLIM<0> 被强制为 0，因为所有的堆栈操作必须是字对齐的。

每当使用 W15 作为源指针或目标指针产生 EA 时，有效地址会与 SPLIM 中的值进行比较。如果堆栈指针 (W15) 的内容与 SPLIM 寄存器的内容相等，则执行压栈操作时不产生堆栈错误陷阱，但在随后的压栈操作时将会产生堆栈错误陷阱。例如，当堆栈增长超过 RAM 中地址 0x2000 时，如果要想产生堆栈错误陷阱，则需要用值 0x1FFE 来初始化 SPLIM。

类似地，当堆栈指针地址小于 0x0800 时，就会产生堆栈指针下溢 (堆栈错误) 陷阱。这可防止堆栈进入特殊功能寄存器 (SFR) 空间。

在对 SPLIM 寄存器进行写操作之后，不应紧接着使用 W15 进行间接读操作的指令。

图 3-6: CALL 堆栈帧



3.2.8 数据 RAM 保护功能

dsPIC33F 系列产品支持数据 RAM 保护功能，允许使用引导和安全代码段安全性保护 RAM 段。BS 的安全 RAM 段 (Secure RAM Segment for BS, BSRAM) 使能时，只能从引导段闪存代码进行访问。RAM 的安全 RAM 段 (Secure RAM Segment for RAM, SSRAM) 使能时，只能从安全段闪存代码进行访问。表 3-1 对 BSRAM 和 SSRAM SFR 进行了概括。

3.3 指令寻址模式

表 3-37 给出了基本的寻址模式，这些寻址模式经过优化可以支持各指令的具体功能。MAC 指令中提供的寻址模式与其他指令类型中的寻址模式略有不同。

3.3.1 文件寄存器指令

大多数文件寄存器指令使用一个 13 位地址字段 (f) 来直接寻址数据存储单元中的前 8192 字节 (Near 数据空间)。大多数文件寄存器指令使用工作寄存器 W0，W0 在这些指令中表示为 WREG。目标寄存器通常是同一个文件寄存器或 WREG (MUL 指令除外，它把结果写入寄存器或寄存器对)。使用 MOV 指令能够获得更大的灵活性，可以访问整个数据空间。

3.3.2 MCU 指令

三操作数 MCU 指令的形式是：

操作数 3 = 操作数 1 < 功能 > 操作数 2

其中，操作数 1 始终是称为 Wb 的工作寄存器 (即，寻址模式只能是寄存器直接寻址)。操作数 2 可以是一个 W 寄存器，取自数据存储单元或一个 5 位立即数。结果可以被保存在 W 寄存器或数据存储单元中。MCU 指令支持以下寻址模式：

- 寄存器直接寻址
- 寄存器间接寻址
- 执行后修改的寄存器间接寻址
- 执行前修改的寄存器间接寻址
- 5 位或 10 位立即数寻址

注： 并非所有指令都支持上述所有的寻址模式。各条指令可能支持这些寻址模式中的某些模式。

表 3-37: 支持的基本寻址模式

寻址模式	说明
文件寄存器直接寻址	明确指定文件寄存器的地址。
寄存器直接寻址	直接访问寄存器的内容。
寄存器间接寻址	Wn 的内容形成有效地址 (EA)。
执行后修改的寄存器间接寻址	Wn 的内容形成 EA。然后用一个常量值来修改 Wn (递增或递减)。
执行前修改的寄存器间接寻址	先用一个有符号常量值修改 Wn (递增或递减)，再由此时的 Wn 内容形成 EA。
带寄存器偏移量的寄存器间接寻址 (寄存器变址寻址)	Wn 和 Wb 的和形成 EA。
带立即数偏移量的寄存器间接寻址	Wn 和立即数的和形成 EA。

3.3.3 传送指令和累加器指令

与其他指令相比，传送指令和 DSP 累加器类指令提供了更为灵活的寻址模式。除了大多数 MCU 指令支持的寻址模式以外，传送和累加器指令还支持带寄存器偏移量的寄存器间接寻址模式，这也称为寄存器变址寻址模式。

注： 对于 MOV 指令，指令中指定的寻址模式对于源寄存器和目标寄存器 EA，可以是不同的。然而，4 位 Wb (寄存器偏移量) 字段为源寄存器和目标寄存器所共用 (但通常只由其中之一使用)。

概括地说，传送和累加器指令支持以下寻址模式：

- 寄存器直接寻址
- 寄存器间接寻址
- 执行后修改的寄存器间接寻址
- 执行前修改的寄存器间接寻址
- 带寄存器偏移量的寄存器间接寻址 (变址寻址)
- 带立即数偏移量的寄存器间接寻址
- 8 位立即数寻址
- 16 位立即数寻址

注： 并非所有指令都支持上述所有的寻址模式。各条指令可能支持这些寻址模式中的某些模式。

3.3.4 MAC 指令

双源操作数 DSP 指令 (CLR、ED、EDAC、MAC、MPY、MPY.N、MOVSAC 和 MSC)，也称为 MAC 指令，它们使用一组简化的寻址模式，允许用户通过寄存器间接寻址表高效地对数据指针进行操作。

双源操作数预取寄存器必须是集合 {W8, W9, W10, W11} 的成员。对于数据读取操作，W8 和 W9 始终用于 X RAGU，而 W10 和 W11 始终用于 Y AGU。从而，产生的有效地址 (无论是在修改之前还是之后)，对于 W8 和 W9 必须是 X 数据空间中的有效地址，对于 W10 和 W11 则必须是 Y 数据空间中的有效地址。

注： 带寄存器偏移量的寄存器间接寻址模式仅可用于 W9 (在 X 空间中) 和 W11 (在 Y 空间中)。

概括地说，MAC 类指令支持以下寻址模式：

- 寄存器间接寻址
- 执行后修改 (修改量为 2) 的寄存器间接寻址
- 执行后修改 (修改量为 4) 的寄存器间接寻址
- 执行后修改 (修改量为 6) 的寄存器间接寻址
- 带寄存器偏移量的寄存器间接寻址 (变址寻址)

3.3.5 其他指令

除了上述的各种寻址模式之外，一些指令使用各种大小的立即数常量。例如，BRA (转移) 指令使用 16 位有符号立即数常量来直接指定转移的目标，而 DISI 指令则使用一个 14 位无符号立即数字段。在一些指令中，例如 ADD ACC，操作数的来源和运算结果已经暗含在操作码中。某些操作，例如 NOP，没有任何操作数。

3.4 模寻址

模寻址模式是一种使用硬件来自动支持循环数据缓冲区的方法。目的是在执行紧密循环代码时（这在许多 DSP 算法中很典型），不需要用软件来执行数据地址边界检查。

可以在数据空间或程序空间中进行模寻址（因为这两种空间的数据指针机制本质上是相同的）。每个 X（也提供指向程序空间的指针）和 Y 数据空间中都可支持一个循环缓冲区。模寻址可以对任何 W 寄存器指针进行操作。然而，最好不要将 W14 或 W15 用于模寻址，因为这两个寄存器分别用作堆栈帧指针和堆栈指针。

总的来说，任何特定的循环缓冲区只能配置为单向工作，因为根据缓冲区的方向，对缓冲区起始地址（对于递增缓冲区）或结束地址（对于递减缓冲区）有某些限制。

使用限制的唯一例外是那些长度为 2 的幂的缓冲区。这些缓冲区满足起始和结束地址判据，它们可以双向工作（即，在低地址边界和高地址边界上都将进行地址边界检查）。

3.4.1 起始地址和结束地址

模寻址机制要求指定起始和结束地址，并将它们装入 16 位模缓冲区地址寄存器中：XMODSRT、XMODEND、YMODSRT 和 YMODEND（见表 3-1）。

注： Y 空间模寻址的 EA 计算使用字长度的数据（每个 EA 的 LSB 始终清零）。

循环缓冲区的长度没有直接指定。它由相应的起始和结束地址之差决定。循环缓冲区的最大长度为 32K 字（64 KB）。

3.4.2 W 地址寄存器选择

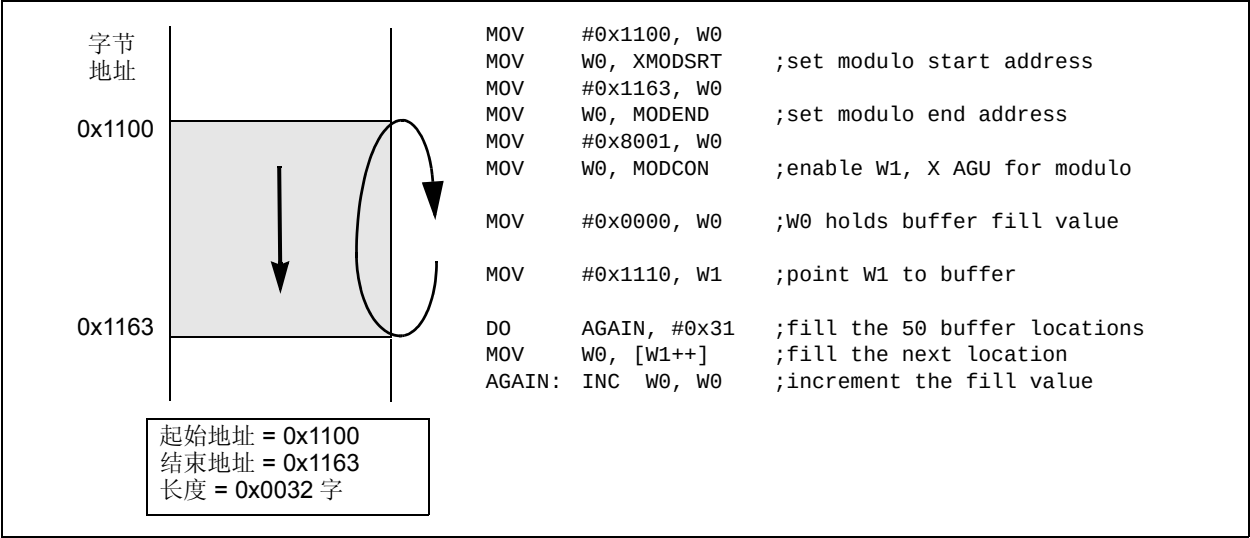
模寻址和位反转寻址控制寄存器 MODCON<15:0> 包含使能标志以及指定 W 地址寄存器的 W 寄存器字段。XWM 和 YWM 字段选择对哪些寄存器进行模寻址：

- 如果 XWM = 15，则禁止 X RAGU 和 X WAGU 模寻址。
- 如果 YWM = 15，则禁止 Y AGU 模寻址。

要进行模寻址的 X 地址空间指针 W 寄存器（XWM）存储在 MODCON<3:0> 中（见表 3-1）。当 XWM 被设置为除 15 之外的任何值且 XMODEN 位（MODCON<15>）置 1 时，X 数据空间的模寻址被使能。

要对其进行模寻址的 Y 地址空间指针 W 寄存器（YWM）存储在 MODCON<7:4> 中。当 YWM 被设置为除 15 之外的任何值且 YMODEN 位（MODCON<14>）置 1 时，Y 数据空间的模寻址被使能。

图 3-7: 模寻址操作示例



3.4.3 模寻址的应用

模寻址可以应用于任何与 W 寄存器相关的有效地址 (EA) 计算中。地址边界检查功能等于：

- 递增缓冲器的上边界地址
- 递减缓冲器的下边界地址

重要的是要意识到，地址边界检查功能不仅会检查地址是否正好在地址边界上，而且会检查地址是否大于上边界地址（对于递增缓冲区）、或小于下边界地址（对于递减缓冲区）。因此，地址变化可能会越过边界，但仍然可以正确调整。

注： 只有在使用执行前修改或执行后修改寻址模式来计算有效地址时，模修正有效地址才被写回寄存器。如果使用了地址偏移量（例如，[W7 + W2]），会进行模地址修正，但寄存器的内容保持不变。

3.5 位反转寻址

位反转寻址模式用来简化基 2 FFT 算法的数据重新排序。它为 X AGU 所支持，仅限于数据写入。

地址修改量可以是常数或寄存器的内容，可视为将其位顺序反转。源地址和目标地址仍然是正常的顺序。于是，唯一需要反转的操作数就是地址修改量。

3.5.1 位反转寻址的实现

当满足下列条件时，使能位反转寻址模式：

- MODCON 寄存器中 BWM 位（W 寄存器选择）的值是除 15 以外的任何值（不能使用位反转寻址访问堆栈）

- XBREV 寄存器中的 BREN 位置 1
- 使用的寻址模式是预递增或后递增的寄存器间接寻址模式

如果位反转缓冲区的长度为 $M = 2^N$ 字节，则数据缓冲区起始地址的最后“N”位必须为零。

XB<14:0> 是位反转地址修改量或“中心点”（pivot point），通常是一个常数。对于 FFT 计算，其值等于 FFT 数据缓冲区长度的一半。

注： 所有位反转 EA 的计算都使用字数据（每个 EA 的 LSb 始终清零）。为了产生兼容（字节）地址，要相应地调整 XB 的值。

使能位反转寻址时，仅对预递增或后递增的寄存器间接寻址、且仅对字长度数据写入，才会进行位反转寻址。对于任何其他寻址模式或对于字节长度数据，不会进行位反转寻址，而是生成正常的地址。在进行位反转寻址时，W 地址指针的增量将始终加上地址修改量（XB），与寄存器间接寻址模式相关的偏移量将被忽略。此外，由于要求是字数据，EA 的 LSb 被忽略（且始终清零）。

注： 不应同时使能模寻址和位反转寻址。如果应用程序试图这么做的话，对于 X WAGU，位反转寻址将优先，X WAGU 模寻址将被禁止。然而，在 X RAGU 中，模寻址继续起作用。

如果通过将 BREN 位（XBREV<15>）置 1 使能了位反转寻址，那么，在写 XBREV 寄存器之后，不应立即进行要使用被指定为位反转指针的 W 寄存器的间接读操作。

图 3-8: 位反转地址示例

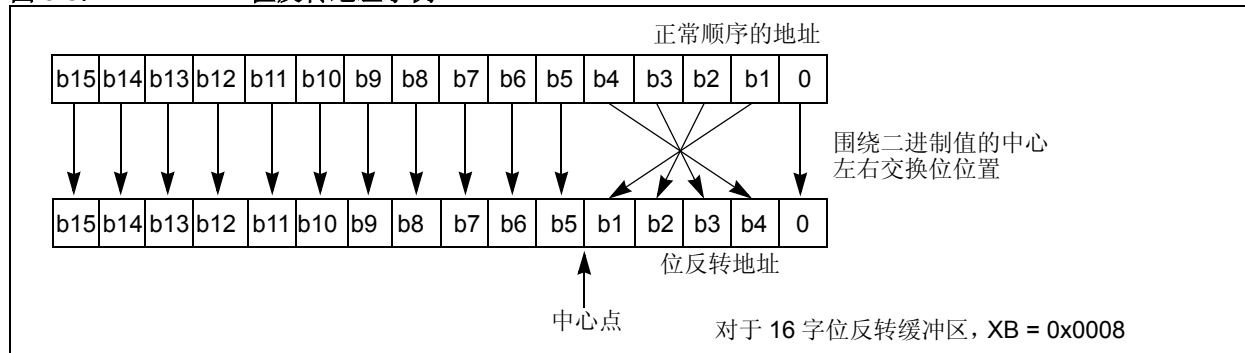


表 3-38: 位反转地址序列 (16 项)

正常地址					位反转地址				
A3	A2	A1	A0	十进制	A3	A2	A1	A0	十进制
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	8
0	0	1	0	2	0	1	0	0	4
0	0	1	1	3	1	1	0	0	12
0	1	0	0	4	0	0	1	0	2
0	1	0	1	5	1	0	1	0	10
0	1	1	0	6	0	1	1	0	6
0	1	1	1	7	1	1	1	0	14
1	0	0	0	8	0	0	0	1	1
1	0	0	1	9	1	0	0	1	9
1	0	1	0	10	0	1	0	1	5
1	0	1	1	11	1	1	0	1	13
1	1	0	0	12	0	0	1	1	3
1	1	0	1	13	1	0	1	1	11
1	1	1	0	14	0	1	1	1	7
1	1	1	1	15	1	1	1	1	15

3.6 程序存储空间与数据存储空间的接口

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 架构采用 24 位宽的程序空间和 16 位宽的数据空间。该架构也是一种改进型哈佛结构，这意味着数据也能存放在程序空间内。要成功使用该数据，在访问数据时必须确保这两种存储空间中的信息是对齐的。

除了正常执行外，dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 架构还提供了两种可在操作过程中访问程序空间的方法：

- 使用表指令访问程序空间中任意位置的各个字节或字
- 将程序空间的一部分重新映射到数据空间（程序空间可视性）

表指令允许应用程序读写程序存储器的一小块区域。这一功能对于访问需要定期更新的数据来说非常理想。也可通过表操作访问一个程序字的所有字节。重映射方法允许应用程序访问一大块数据，但只限于读操作，它非常适合于在一个大的静态数据表中进行查找。这一方法只能访问程序字的低位字。

3.6.1 对程序空间进行寻址

由于数据和程序空间的地址范围分别为 16 位和 24 位，因此需要一个从 16 位数据寄存器创建一个 23 位或 24 位程序地址的方法。方法取决于所采用的接口方式。

对于表操作，使用 8 位的表页寄存器（TBLPAG）定义程序空间内一个 32K 字的区域。这与 16 位 EA 组合形成了一个完整的 24 位程序空间地址。在这种地址形式下，TBLPAG 的最高位用来决定操作是发生在用户存储区中（TBLPAG<7> = 0）还是配置存储区中（TBLPAG<7> = 1）。

对于重映射操作，使用 8 位的程序空间可视性页寄存器（PSVPAG）定义程序空间中的 16K 字页。当 EA 的最高位为 1 时，PSVPAG 与 EA 的低 15 位组合形成一个 23 位的程序空间地址。与表操作不同，重映射操作被严格限制在用户存储区中。

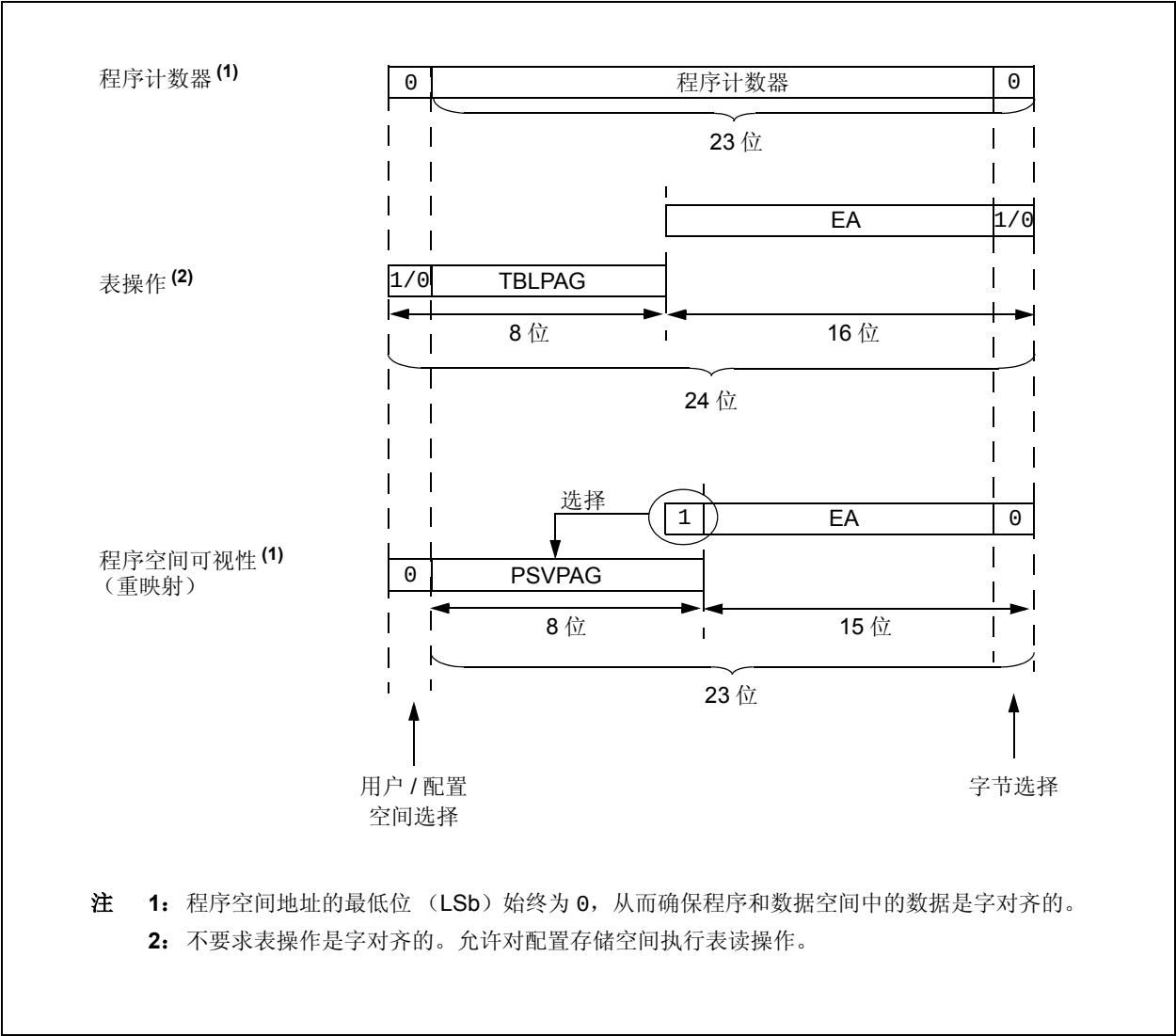
表 3-39 和图 3-9 显示了如何通过表操作和重映射访问来从数据 EA 创建程序 EA。本文中，P<23:0> 指的是程序空间字，而 D<15:0> 指的是数据空间字。

表 3-39: 程序空间地址构成

访问类型	访问空间	程序空间地址				
		<23>	<22:16>	<15>	<14:1>	<0>
指令访问 (代码执行)	用户	0	PC<22:1>			0
		0xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx0				
TBLRD/TBLWT (读 / 写字节或字)	用户	TBLPAG<7:0>		数据 EA<15:0>		
		0xxx xxxx		xxxx xxxx xxxx xxxx		
	配置	TBLPAG<7:0>		数据 EA<15:0>		
		1xxx xxxx		xxxx xxxx xxxx xxxx		
程序空间可视性 (块重映射 / 读)	用户	0	PSVPAG<7:0>		数据 EA<14:0> ⁽¹⁾	
		0	xxxx xxxx		xxx xxxx xxxx xxxx	

注 1: 在这种情况下，数据 EA<15> 始终为 1，但并不用它来计算程序空间地址。地址的 bit 15 为 PSVPAG<0>。

图 3-9: 访问程序空间内数据的地址生成方式



3.6.2 使用表指令访问程序存储器中的数据

TBLRD L 和 TBLWT L 指令提供了读或写程序空间内任何地址的低位字的直接方法，无需通过数据空间。TBLRD H 和 TBLWTH 指令是可以把一个程序空间字的高 8 位作为数据读写的惟一方法。

对于每个连续的 24 位程序字，PC 的递增值为 2。这使得程序存储器地址能够直接映射到数据空间地址。于是，程序存储器可以看作是两个 16 位字宽的地址空间，它们并排放置，具有相同的地址范围。TBLRD L 和 TBLWT L 访问存有最低有效数据字的空间，而 TBLRD H 和 TBLWTH 则访问存有最高数据字的空间。

提供了两条表指令来对程序空间执行字节或字（16 位）大小的数据读写。读和写都可以采用字节或字操作的形式。

- TBLRD L（表读低位字）：
 - 在字模式下，该指令将程序空间地址的低位字（ $P<15:0>$ ）映射到数据地址（ $D<15:0>$ ）中。

- 在字节模式下，低位程序字的高字节或低字节被映射到数据地址的低字节中。当字节选择位为 1 时映射高字节；当字节选择位为 0 时映射低字节。

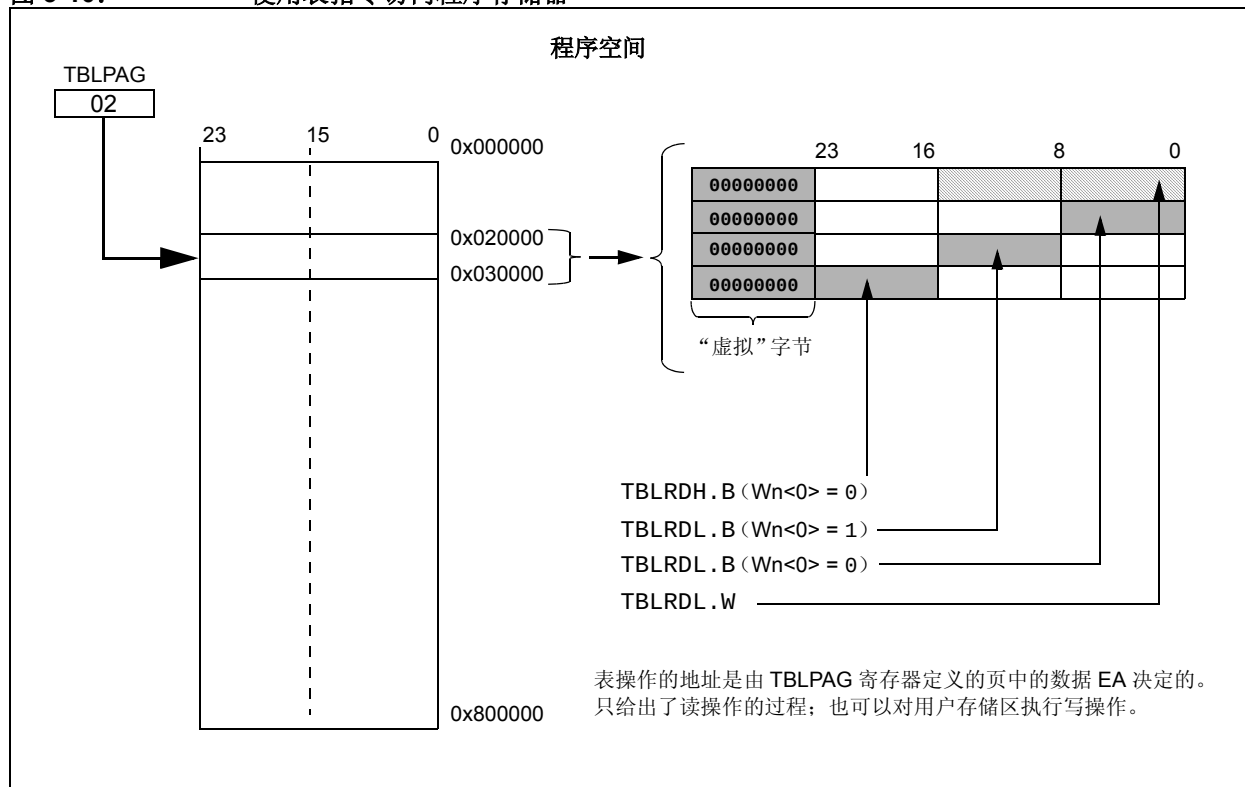
- TBLRD H（表读高位字）：

- 在字模式下，该指令将程序地址的整个高位字（ $P<23:16>$ ）映射到数据地址中。“虚拟”字节（ $D<15:8>$ ）始终为 0。
- 在字节模式下，该指令将程序字的高字节或低字节映射到数据地址的 $D<7:0>$ 中，就如同 TBLRD L 指令。当选择高位“虚拟”字节（字节选择位 = 1）时，数据将始终为 0。

表指令 TBLWTH 和 TBLWT L 以类似的方式向程序空间地址写入各字节或字。第 4.0 节“闪存程序存储器”对这两条指令的详细操作给出了说明。

对于所有的表操作，要访问程序存储空间的哪个区域是由表页寄存器（TBLPAG）决定的。TBLPAG 可寻址器件的整个程序存储空间，包括用户应用程序和配置空间。当 $TBLPAG<7> = 0$ 时，表页位于用户存储空间中。当 $TBLPAG<7> = 1$ 时，表页位于配置存储空间中。

图 3-10： 使用表指令访问程序存储器



3.6.3 使用程序空间可视性读程序存储器中的数据

可选择将数据空间的高 32 KB 映射到程序空间中的任何 16K 字页中。这提供了通过数据空间对存储的常量数据的透明访问，而无需使用特殊指令（例如TBLRDL/H）。

如果数据空间 EA 的最高有效位为 1，并且程序空间可视性使能（方法是将内核控制寄存器中的 PSV 位（CORCON<2>）置 1）时，就能通过数据空间访问程序空间。由程序空间可视性页寄存器（PSVPAG）决定要被映射到数据空间中的程序存储空间的位置。这一 8 位的寄存器定义程序空间中 256 个可能的 16K 字页中的一个。事实上，PSVPAG 作为程序存储地址的高 8 位，而 EA 的 15 位则作为地址的低位。对于每个程序存储字，PC 都将递增 2，数据空间地址的低 15 位将直接映射到相应程序空间地址的低 15 位。

将数据读入该区域的指令，需要一个额外的指令周期，因为这类指令需要对程序存储器进行两次数据取操作。

尽管大于或等于 8000h 的每个数据空间地址直接映射到对应的程序存储器地址（见图 3-11），但只使用 24 位程序字的低 16 位来存放数据。所有用来存放数据的程

序存储单元的高 8 位都应被设置为 1111 1111 或 0000 0000，强制为一条 NOP 指令，从而避免了可能出现意外执行这一区域内代码的情况。

注： 在表读 / 写期间，暂时禁止 PSV 访问。

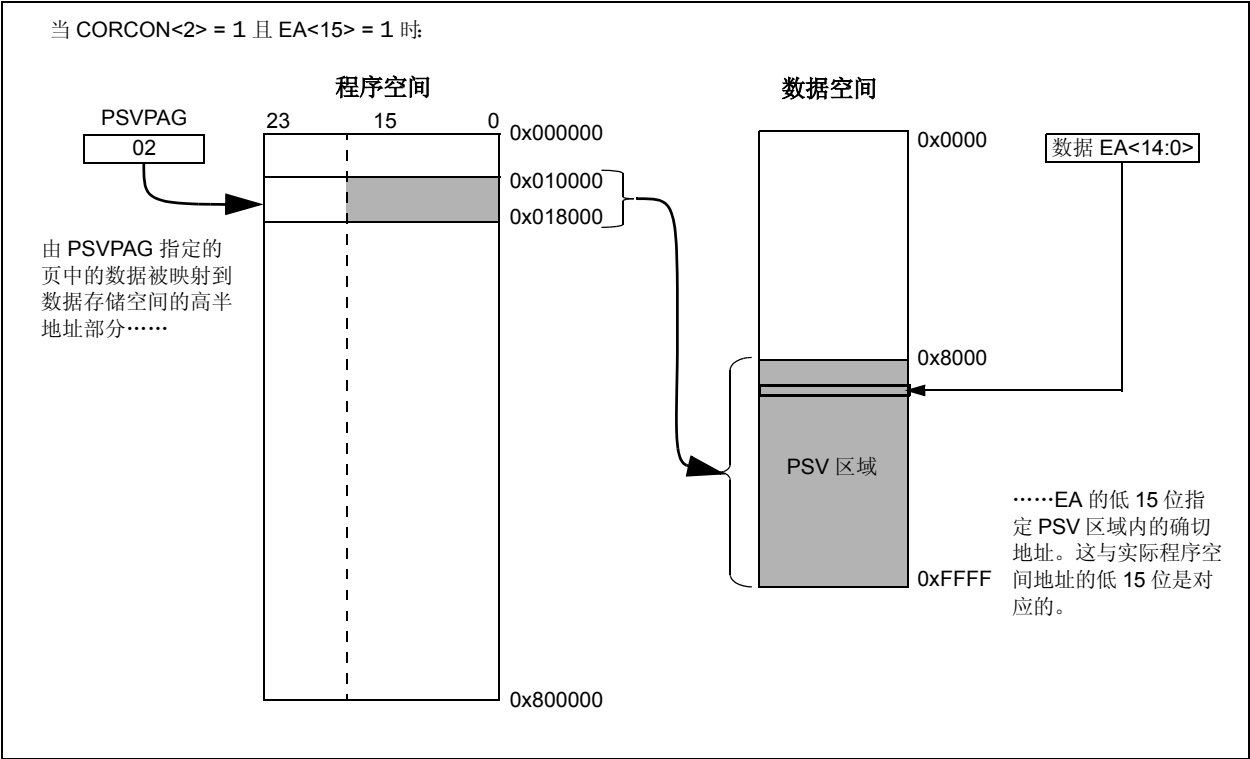
对于使用 PSV 而又在 REPEAT 循环外执行的操作，MOV 和 MOV.D 指令除了规定的执行时间之外，还需要一个额外的指令周期。其他所有指令都需要在规定的执行时间之外额外增加两个指令周期。

对于使用 PSV 而又在 REPEAT 循环内执行的操作，下列情况，除了规定的指令执行时间之外，还需要两个额外的指令周期：

- 在第一次迭代中执行的指令
- 在最后一次迭代中执行的指令
- 由于中断而退出循环之前执行的指令
- 中断得到处理后再次进入循环时执行的指令

REPEAT 循环的所有其他各次迭代，都允许使用 PSV 访问数据的指令在一个周期内执行。

图 3-11： 程序空间可视性操作



4.0 闪存程序存储器

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 5 章 闪存编程”（DS70191A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件包含用于存储和执行应用代码的内部闪存程序存储器。在整个 VDD 范围内，正常操作期间，存储器都是可读写可擦除的。

可采用两种方式对闪存存储器进行编程：

- 在线串行编程（In-Circuit Serial Programming™, ICSP™）功能
- 运行时自编程（Run-Time Self-Programming, RTSP）

ICSP 允许在最终的应用电路中对 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件进行串行编程。只需要使用 5 根线就可以完成编程，它们分别是编程时钟线、编程数据线（以下备用编程引脚对之一：PGC1/PGD1、

PGC2/PGD2 或 PGC3/PGD3）、电源线（VDD）、接地线（VSS）和主复位线（MCLR）。这允许用户在生产电路板时使用未编程器件，仅在产品交付之前才对数字信号控制器进行编程，从而可以使用最新版本的固件或者定制固件进行编程。

使用 TBLRD（表读）和 TBLWT（表写）指令来实现 RTSP。使用 RTSP，用户应用程序可以一次将 64 条指令（192 字节）的块（或“行”）或单个程序存储字写入程序存储器，也可以一次擦除 512 条指令（1536 字节）的块（或“页”）。

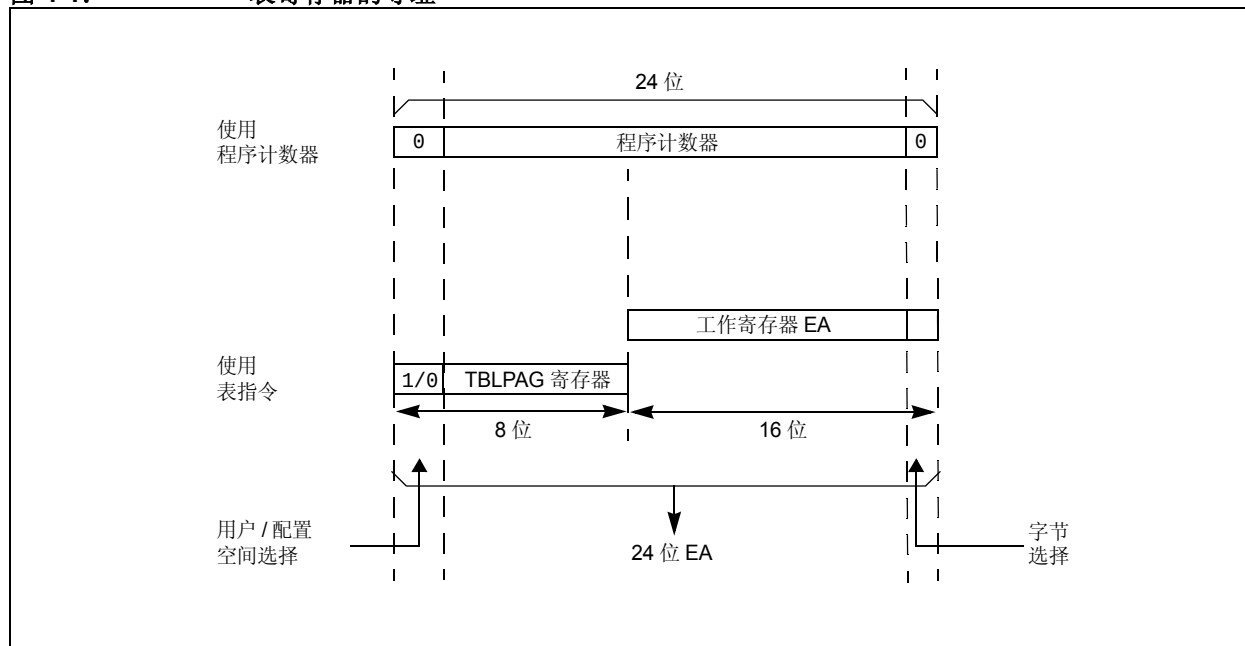
4.1 表指令和闪存编程

闪存存储器的编程都是用表读和表写指令实现的，与使用的编程方法无关。这些指令允许器件在正常工作模式下通过数据存储器直接读写程序存储空间。程序存储器中 24 位目标地址由 TBLPAG 寄存器的 bit<7:0> 和表指令中指定 W 寄存器中的有效地址（EA）组成，如图 4-1 所示。

TBLRDL 和 TBLWTL 指令用来读或写程序存储器的 bit<15:0>。TBLRDL 和 TBLWTL 能以字或字节模式访问程序存储器。

TBLRDH 和 TBLWTH 指令用来读或写程序存储器的 bit<23:16>。TBLRDH 和 TBLWTH 同样能以字或字节模式访问程序存储器。

图 4-1： 表寄存器的寻址



4.2 RTSP 工作原理

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 闪存程序存储器阵列是由 64 条指令或 192 字节的行组成的。RTSP 允许用户应用程序一次擦除由 8 行数据（512 条指令）组成的程序存储器页，一次编程一行或一个字。表 29-12 给出了典型的擦除和编程次数。8 行擦除页和单行写入行都是边界对齐的，从程序存储器起始地址开始，分别到 1536 字节边界和 192 字节边界。

程序存储器实现了保持缓冲器，它能缓冲 64 条指令的编程数据。在实际编程操作前，必须将待写数据顺序装入缓冲器。装入的指令字必须始终来自一组 64 个指令字的边界。

RTSP 编程的基本步骤是先建立一个表指针，然后执行一系列 TBLWT 指令将数据装入缓冲器。编程是通过将 NVMCON 寄存器中的控制位置 1 执行的。指令的装入总共需要 64 条 TBLWTL 和 TBLWTH 指令。

所有的表写操作都是单字写操作（2 个指令周期），因为只写缓冲器。编程每一行需要一个编程周期。

4.3 控制寄存器

有两个 SFR 用于读写闪存程序存储器：NVMCON 和 NVMKEY。

NVMCON 寄存器（寄存器 4-1）控制要擦除的块、要编程的存储器类型，以及编程周期的开始。

NVMKEY 是一个只写寄存器，用于写保护。要启动编程或擦除序列，用户必须连续地将 0x55 和 0xAA 写入 NVMKEY 寄存器。更多详细信息，请参见第 4.4 节“编程操作”。

4.4 编程操作

在 RTSP 模式下，对内部闪存进行编程或擦除需要执行完整的编程过程。编程操作的持续时间通常为 4 ms，在此期间处理器暂停等待操作完成。将 WR 位（NVMCON<15>）置 1 启动操作，当操作完成时 WR 位会自动清零。

寄存器 4-1: NVMCON: 闪存存储器控制寄存器

R/SO-0 ⁽¹⁾	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W-0 ⁽¹⁾	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
WR	WREN	WRERR	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8
U-0	R/W-0 ⁽¹⁾	U-0	U-0	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W-0 ⁽¹⁾
—	ERASE	—	—	NVMOP<3:0> ⁽²⁾			
bit 7							bit 0

图注:	SO = 只可置 1 位		
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15 **WR:** 写控制位
1 = 启动闪存存储器编程或擦除操作。该操作是自定时的, 一旦操作完成该位即由硬件清零
0 = 编程或擦除操作完成, 并处于停止状态
- bit 14 **WREN:** 写使能位
1 = 使能闪存编程 / 擦除操作
0 = 禁止闪存编程 / 擦除操作
- bit 13 **WRERR:** 写序列错误标志位
1 = 试图执行不合法的编程或擦除序列, 或者发生终止 (试图将 WR 位置 1 时自动置 1 该位)
0 = 编程或擦除操作正常完成
- bit 12-7 **未实现:** 读为 0
- bit 6 **ERASE:** 擦除 / 编程使能位
1 = 在下一条 WR 命令时执行 NVMOP<3:0> 指定的擦除操作
0 = 在下一条 WR 命令时执行 NVMOP<3:0> 指定的编程操作
- bit 5-4 **未实现:** 读为 0
- bit 3-0 **NVMOP<3:0>:** NVM 操作选择位 ⁽²⁾
如果 ERASE = 1:
1111 = 存储器批量擦除操作
1110 = 保留
1101 = 擦除通用段
1100 = 擦除安全段
1011 = 保留
0011 = 无操作
0010 = 存储器页擦除操作
0001 = 无操作
0000 = 擦除单个配置寄存器字节
如果 ERASE = 0:
1111 = 无操作
1110 = 保留
1101 = 无操作
1100 = 无操作
1011 = 保留
0011 = 存储器字编程操作
0010 = 无操作
0001 = 存储器行编程操作
0000 = 编程单个配置寄存器字节

- 注 1:** 这些位只能在 POR 时复位。
- 2:** NVMOP<3:0> 的所有其他组合均未实现。

寄存器 4-2: NVMKEY: 非易失性存储器密钥寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15				bit 8			
W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0
NVMKEY<7:0>							
bit 7				bit 0			

图注:							
R = 可读位		W = 可写位		U = 未实现位, 读为 0			
-n = POR 时的值		1 = 置 1		0 = 清零		x = 未知	

bit 15-8 未实现: 读为 0
bit 7-0 NVMKEY<7:0>: 密钥寄存器 (只写) 位

4.4.1 闪存程序存储器的编程算法

程序员可以一次对闪存程序存储器的一行进行编程。要实现该操作，首先需要擦除包含该行在内的一个 8 行大小的页。一般过程如下：

1. 读取程序存储器的 8 行（512 条指令），并存储在数据 RAM 中。
2. 用所需的新数据更新 RAM 中的程序数据。
3. 擦除程序块（见例 4-1）：
 - a) 将 NVMOP 位（NVMCON<3:0>）设置为 0010，配置为块擦除操作。将 ERASE（NVMCON<6>）和 WREN（NVMCON<14>）位置 1。
 - b) 将要被擦除的页的起始地址写入 TBLPAG 和 W 寄存器。
 - c) 将 0x55 写入 NVMKEY。
 - d) 将 0xAA 写入 NVMKEY。
 - e) 将 WR 位（NVMCON<15>）置 1。擦除周期开始，在擦除周期中 CPU 会暂停。当擦除完成时，WR 位会自动清零。

4. 将数据 RAM 中的前 64 条指令写入程序存储器缓冲器（见例 4-2）。
5. 将程序块写入闪存存储器：
 - a) 将 NVMOP 位设置为 0001，配置为行编程操作。将 ERASE 位清零，将 WREN 位置 1。
 - b) 将 0x55 写入 NVMKEY。
 - c) 将 0xAA 写入 NVMKEY。
 - d) 将 WR 位置 1。编程周期开始，在写周期中 CPU 会暂停。当闪存存储器写操作完成时，WR 位会自动清零。
6. 将 TBLPAG 中的值递增 1，使用数据 RAM 中下一个 64 条指令块重复步骤 4 和 5，直到所有 512 条指令被写回闪存存储器。

为防止意外操作，必须向 NVMKEY 写入启动序列从而允许执行擦除或编程操作。在执行编程命令后，用户必须等待一段编程时间，直至编程完成。紧跟编程启动序列后面的两条指令应为 NOP，如例 4-3 所示。

例 4-1: 擦除程序存储器页

```
; Set up NVMCON for block erase operation
MOV    #0x4042, W0          ;
MOV    W0, NVMCON           ; Initialize NVMCON
; Init pointer to row to be ERASED
MOV    #tblpage(PROG_ADDR), W0 ;
MOV    W0, TBLPAG           ; Initialize PM Page Boundary SFR
MOV    #tbloffset(PROG_ADDR), W0 ; Initialize in-page EA[15:0] pointer
TBLWTL W0, [W0]             ; Set base address of erase block
DISI    #5                  ; Block all interrupts with priority <7
                                ; for next 5 instructions

MOV    #0x55, W0
MOV    W0, NVMKEY            ; Write the 55 key
MOV    #0xAA, W1
MOV    W1, NVMKEY            ; Write the AA key
BSET   NVMCON, #WR           ; Start the erase sequence
NOP                                ; Insert two NOPs after the erase
NOP                                ; command is asserted
```

例 4-2: 装载写缓冲器

```

; Set up NVMCON for row programming operations
MOV    #0x4001, W0          ;
MOV    W0, NVMCON           ; Initialize NVMCON
; Set up a pointer to the first program memory location to be written
; program memory selected, and writes enabled
MOV    #0x0000, W0          ;
MOV    W0, TBLPAG           ; Initialize PM Page Boundary SFR
MOV    #0x6000, W0          ; An example program memory address
; Perform the TBLWT instructions to write the latches
; 0th_program_word
MOV    #LOW_WORD_0, W2      ;
MOV    #HIGH_BYTE_0, W3     ;
TBLWTL W2, [W0]             ; Write PM low word into program latch
TBLWTH W3, [W0++]           ; Write PM high byte into program latch
; 1st_program_word
MOV    #LOW_WORD_1, W2      ;
MOV    #HIGH_BYTE_1, W3     ;
TBLWTL W2, [W0]             ; Write PM low word into program latch
TBLWTH W3, [W0++]           ; Write PM high byte into program latch
; 2nd_program_word
MOV    #LOW_WORD_2, W2      ;
MOV    #HIGH_BYTE_2, W3     ;
TBLWTL W2, [W0]             ; Write PM low word into program latch
TBLWTH W3, [W0++]           ; Write PM high byte into program latch
.
.
.
; 63rd_program_word
MOV    #LOW_WORD_31, W2     ;
MOV    #HIGH_BYTE_31, W3    ;
TBLWTL W2, [W0]             ; Write PM low word into program latch
TBLWTH W3, [W0++]           ; Write PM high byte into program latch

```

例 4-3: 启动编程序列

```

DISI    #5                  ; Block all interrupts with priority <7
                                ; for next 5 instructions
MOV     #0x55, W0           ;
MOV     W0, NVMKEY           ; Write the 55 key
MOV     #0xAA, W1           ;
MOV     W1, NVMKEY           ; Write the AA key
BSET    NVMCON, #WR         ; Start the erase sequence
NOP     ; Insert two NOPs after the
NOP     ; erase command is asserted

```

5.0 复位

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第8章 复位”（DS70192A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

复位模块结合了所有复位源并控制器件的主复位信号 **SYSRST**。下面列出了器件的复位源：

- POR：上电复位
- BOR：欠压复位
- MCLR：主复位引脚复位
- SWR：RESET 指令
- WDTO：看门狗定时器复位
- CM：配置不匹配复位
- TRAPR：陷阱冲突复位
- IOPUWR：非法条件器件复位
 - 非法操作码复位
 - 未初始化的 W 寄存器复位
 - 安全性复位

图 5-1 给出了复位模块的简化框图。

任何有效的复位源都会使 **SYSRST** 信号有效。在系统复位时，一些与 CPU 和外设相关的寄存器均会被强制为已知的复位状态，其他则不受影响。

注： 如需了解寄存器复位状态的信息，请参见本手册中特定的外设章节或第 2.0 节“CPU”。

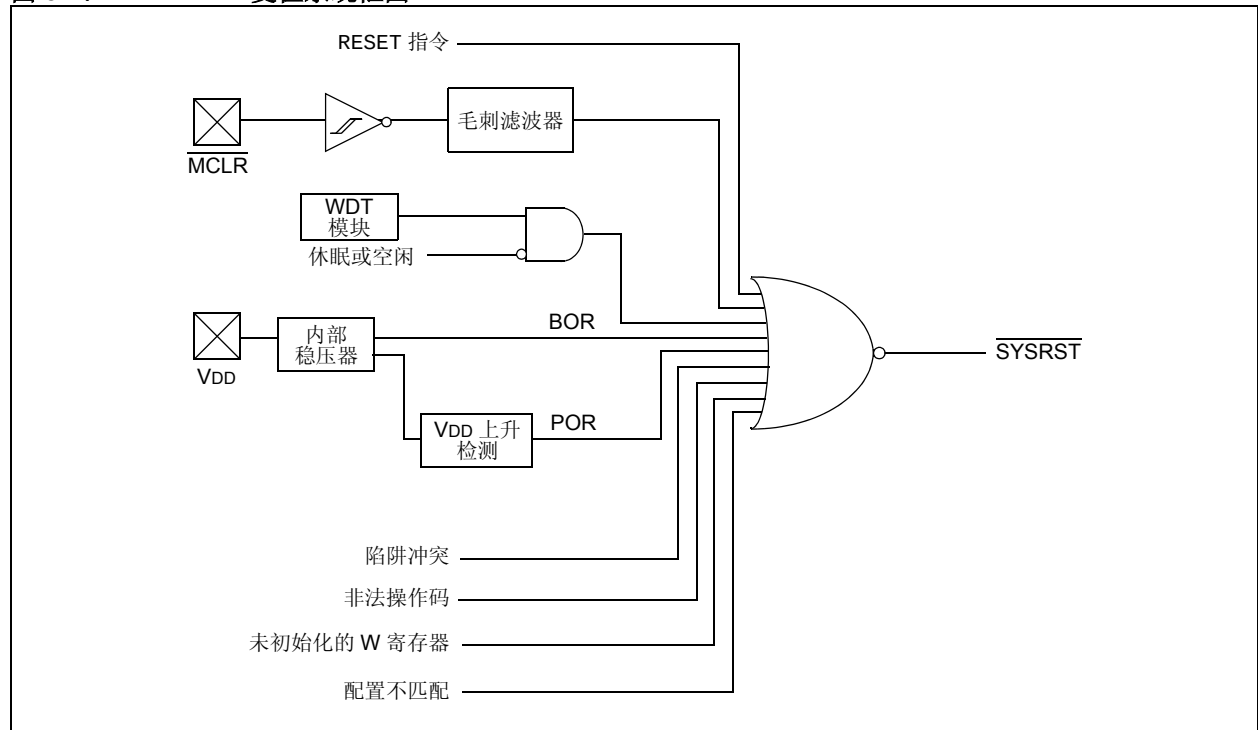
任何类型的器件复位都会将 **RCON** 寄存器中相应的状态位置 1，以表明复位类型（见寄存器 5-1）。

POR 将清零除 **POR** 位（**RCON**<0>）之外的所有位，**POR** 位在 **POR** 时置 1。用户可在代码执行过程中的任何时间置 1 或清零任何位。**RCON** 位仅用作状态位。在软件中将特定的复位状态位置 1 不会导致器件发生复位。

RCON 寄存器还有与看门狗定时器和器件节能状态相关的其他位。本手册的其他章节中将讨论这些位的功能。

注： **RCON** 寄存器中的状态位应该在被读取后清零，这样在器件复位后的下一个 **RCON** 寄存器值才有意义。

图 5-1： 复位系统框图



寄存器 5-1: RCON: 复位控制寄存器⁽¹⁾

R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
TRAPR	IOPUWR	—	—	—	—	CM	VREGS
bit 15						bit 8	

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-1
EXTR	SWR	SWDTEN ⁽²⁾	WDTO	SLEEP	IDLE	BOR	POR
bit 7						bit 0	

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **TRAPR:** 陷阱复位标志位
1 = 发生了陷阱冲突复位
0 = 未发生陷阱冲突复位
- bit 14 **IOPUWR:** 非法操作码或未初始化的 W 寄存器访问复位标志位
1 = 检测到非法操作码、非法地址模式或将未初始化的 W 寄存器用作地址指针而导致复位
0 = 未发生非法操作码或未初始化的 W 寄存器复位
- bit 13-10 **未实现:** 读为 0
- bit 9 **CM:** 配置不匹配标志位
1 = 发生了配置不匹配复位
0 = 未发生配置不匹配复位
- bit 8 **VREGS:** 休眠模式下稳压器待机位
1 = 在休眠模式下稳压器继续工作
0 = 在休眠模式下稳压器进入待机模式
- bit 7 **EXTR:** 外部复位 ($\overline{\text{MCLR}}$) 引脚位
1 = 发生主复位 (引脚) 复位
0 = 未发生主复位 (引脚) 复位
- bit 6 **SWR:** 软件复位 (指令) 标志位
1 = 执行了 RESET 指令
0 = 未执行 RESET 指令
- bit 5 **SWDTEN:** 软件使能 / 禁止 WDT 位⁽²⁾
1 = 使能 WDT
0 = 禁止 WDT
- bit 4 **WDTO:** 看门狗定时器超时标志位
1 = 发生了 WDT 超时
0 = 未发生 WDT 超时
- bit 3 **SLEEP:** 从休眠模式唤醒标志位
1 = 器件处于休眠模式
0 = 器件不处于休眠模式
- bit 2 **IDLE:** 从空闲模式唤醒标志位
1 = 器件处于空闲模式
0 = 器件不处于空闲模式

注 1: 所有复位状态位都可以用软件置 1 或清零。用软件将这些位中的一位置 1 不会导致器件复位。

2: 如果 FWDTEN 配置位为 1 (未编程), 则 WDT 始终使能, 而与 SWDTEN 位的设置无关。

寄存器 5-1: RCON: 复位控制寄存器⁽¹⁾ (续)

bit 1	BOR: 欠压复位标志位 1 = 发生了欠压复位 0 = 未发生欠压复位
bit 0	POR: 上电复位标志位 1 = 发生了上电复位 0 = 未发生上电复位

- 注 1:** 所有复位状态位都可以用软件置 1 或清零。用软件将这些位中的一位置 1 不会导致器件复位。
- 2:** 如果 FWDTEN 配置位为 1（未编程），则 WDT 始终使能，而与 SWDTEN 位的设置无关。

5.1 系统复位

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件有两种类型的复位：

- 冷复位
- 热复位

冷复位是上电复位（POR）或欠压复位（BOR）引起的。冷复位时，FOSC 器件配置寄存器中的 FNOSC 配置位用于选择器件时钟源。

热复位是所有其他复位源引起的，包括 RESET 指令。热复位时，器件会继续根据振荡器控制（OSCCON<14:12>）寄存器中的当前振荡器选择（COSC<2:0>）位指定的当前时钟源运行。

器件将保持复位状态，直到系统电源稳定在适当电平，并且振荡器时钟就绪。其时序详述如下，如图 5-2 所示。

1. **POR 复位：**电源打开时，POR 电路将器件保持在复位状态。POR 电路只有在 VDD 超过 VPOR 门限值，并且经过 TPOR 的延时后才会失效。
2. **BOR 复位：**片上稳压器的 BOR 电路会将器件保持在复位状态，直到 VDD 超过 VBOR 门限值，并经过 TBOR 的延时。延时 TBOR 确保了稳压器输出稳定。
3. **PWRT 定时器** 可编程上电延时定时器会在 BOR 之后继续保持处理器复位状态一段特定时间（TPWRT）。TPWRT 的延时确保了系统电源已稳定在适当电平供全速工作。经过 TPWRT 的延时后，SYSRST 变为无效，从而使选定振荡器开始提供时钟。
4. **振荡器延时：**表 5-1 给出了选定各种时钟源至时钟准备就绪之间的总延时。更多信息，请参见第 8.0 节“振荡器配置”。
5. 振荡器时钟就绪时，处理器将从地址单元 0x000000 处开始执行。用户应用程序在复位地址处设定一条 GOTO 指令，该指令会将程序重定位到相应的启动程序开始执行。
6. 如果故障保护时钟监视器（FSCM）已使能，将在系统时钟就绪并且经过 TFSCM 的延时后开始监视系统时钟。

表 5-1: 振荡器延时

振荡器模式	振荡器起振延时	振荡器起振定时器	PLL 锁定时间	总延时
FRC、FRCDIV16 和 FRCDIVN	TOSCD	—	—	TOSCD
FRCPLL	TOSCD	—	TLOCK	TOSCD + TLOCK
XT	TOSCD	TOST	—	TOSCD + TOST
HS	TOSCD	TOST	—	TOSCD + TOST
EC	—	—	—	—
XTPLL	TOSCD	TOST	TLOCK	TOSCD + TOST + TLOCK
HSPLL	TOSCD	TOST	TLOCK	TOSCD + TOST + TLOCK
ECPLL	—	—	TLOCK	TLOCK
SOSC	TOSCD	TOST	—	TOSCD + TOST
LPRC	TOSCD	—	—	TOSCD

- 注
- 1: TOSCD = 振荡器起振延时（FRC 的最大值为 1.1 μ s，LPRC 的最大值为 70 μ s）。晶振起振时间随晶体特性、负载电容等变化。
 - 2: TOST = 振荡器起振定时器延时（1024 个振荡器时钟周期）。例如，10 MHz 晶振的 TOST = 102.4 μ s，32 kHz 晶振的 TOST = 32 ms。
 - 3: 如果 PLL 使能，TLOCK = PLL 锁定时间（标称值为 1.5 ms）。

图 5-2: 系统复位时序

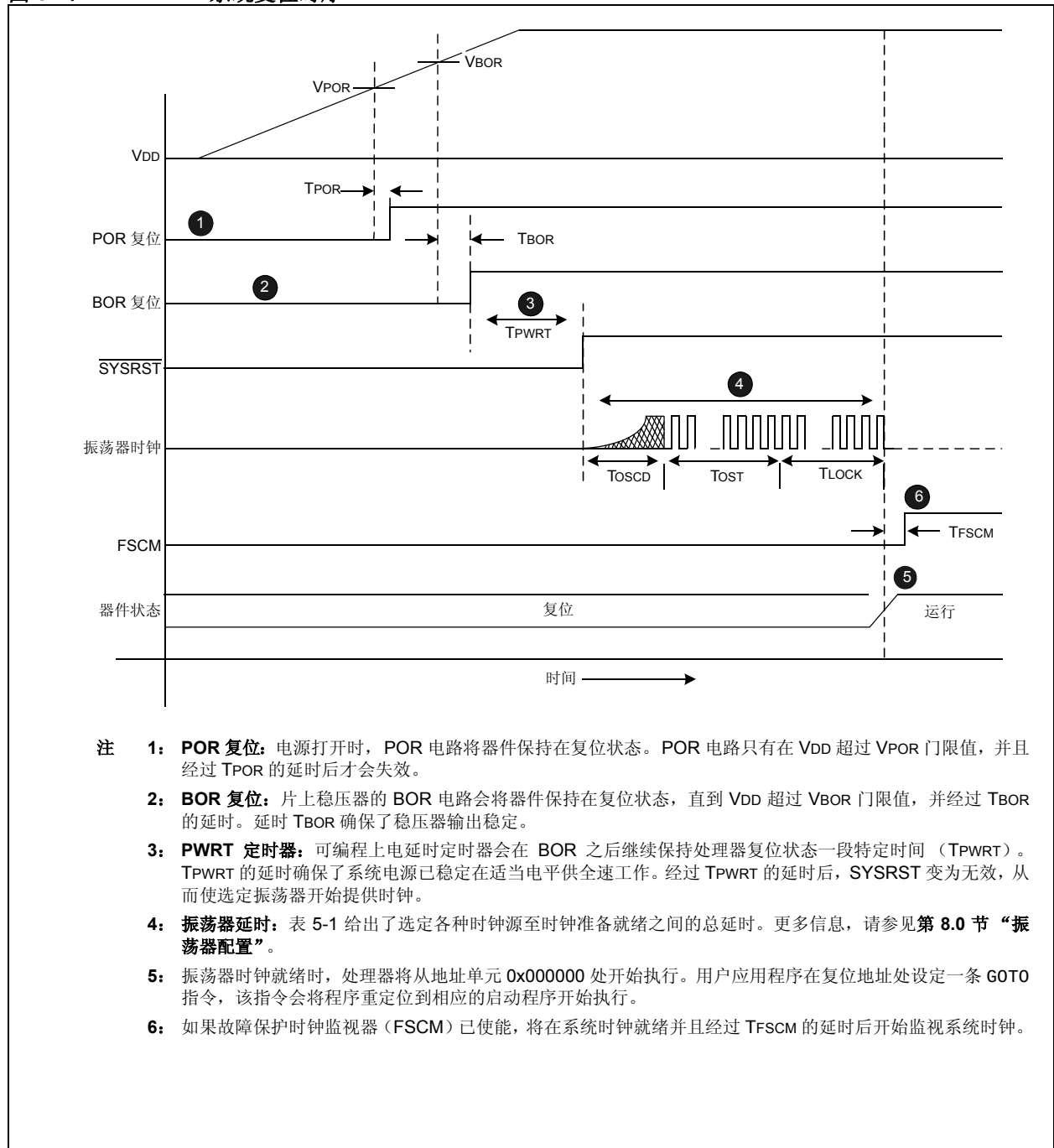


表 5-2: 振荡器延时

符号	参数	值
VPOR	POR 门限	1.8V 标称值
TPOR	POR 扩展时间	30 μs 最大值
VBOR	BOR 门限	2.5V 标称值
TBOR	BOR 扩展时间	100 μs 最大值
TPWRT	可编程上电延时	0-128 ms 标称值
TFSCM	故障保护时钟监视器延时	900 μs 最大值

注: 当器件退出复位状态（开始正常操作）时，器件工作参数（电压、频率和温度等）必须在相应的工作范围内；否则器件将不能正常工作。用户应用程序必须确保从第一次上电到SYSRST变为无效之间的延时足够长，以使所有工作参数都符合规范。

5.2 上电复位（POR）

上电复位（POR）电路确保器件在上电时复位。POR 电路只有在 VDD 超过 VPOR 门限值，并且经过 TPOR 的延时后才会失效。TPOR 的延时确保了内部器件偏置电路的稳定。

器件供电电压的特性必须符合特定的起始电压和上升速率要求以产生 POR。详情请参见第 29.0 节“电气特性”。

复位控制（RCON<0>）寄存器中的 POR 状态（POR）位置 1，表示发生了上电复位。

5.2.1 欠压复位（BOR）和上电延时定时器（PWRT）

片上稳压器有一个欠压复位（BOR）电路，它会在 VDD 太低（VDD < VBOR）无法保证器件正常工作时将器件复位。BOR 电路会保持器件处于复位状态，直到 VDD 超过 VBOR 门限值，并且经过 TBOR 的延时。延时 TBOR 确保了稳压器输出稳定。

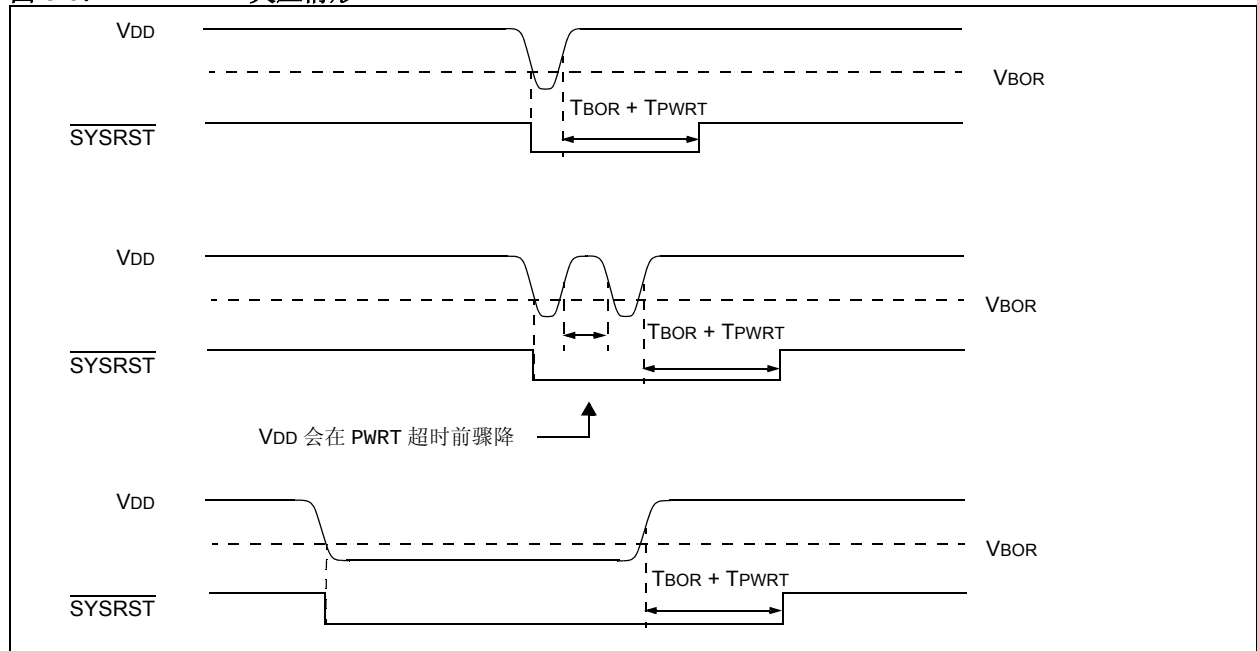
复位控制（RCON<1>）寄存器中的 BOR 状态（BOR）位置 1，表示欠压复位。

BOR 之后器件不会全速工作，因为 VDD 应升至全速工作可接受的电平。PWRT 提供上电延时（TPWRT），确保释放SYSRST之前系统电源已稳定在适当电平供全速工作。

上电延时定时器延时（TPWRT）由 POR 配置（FPOR<2:0>）寄存器中的上电复位定时器值选择（FPWRT<2:0>）位设定，它提供 8 种设定（从 0 ms 到 128 ms）。更多详细信息，请参见第 26.0 节“特殊功能”。

图 5-3 给出了典型的欠压情形。复位延时（TBOR + TPWRT）会在每次 VDD 上升超过 VBOR 跳变点时启动。

图 5-3: 欠压情形



5.3 外部复位 (EXTR)

外部复位通过将 MCLR 引脚驱动为低电平产生。MCLR 引脚是附带毛刺滤波器的施密特触发器输入。宽度大于最小脉冲宽度的复位脉冲会产生复位。最小脉冲宽度规范，请参见第 29.0 节“电气特性”。复位控制 (RCON) 寄存器中的外部复位 (MCLR) 引脚 (EXTR) 位置 1，表示 MCLR 复位。

5.3.1 外部监视电路

许多系统有外部监视电路，它们产生复位信号，将系统中的多个器件复位。此外部复位信号可直接连接到 MCLR 引脚，在系统其余部分复位时将器件复位。

5.3.2 内部监视电路

使用内部电源监视电路将器件复位时，外部复位引脚 (MCLR) 应直接或通过电阻连接到 VDD。在本例中，MCLR 引脚不会用于产生复位。外部复位引脚 (MCLR) 无内部上拉电路，不能处于未连接状态。

5.4 软件 RESET 指令 (SWR)

每当执行 RESET 指令时，器件将占用 SYSRST，将器件置于特殊的复位状态。复位状态不会重新初始化时钟。在 RESET 指令之前生效的时钟源仍将继续使用。SYSRST 在下个指令周期释放，开始取复位向量。

复位控制 (RCON<6>) 寄存器中的软件复位 (指令) 标志 (SWR) 位置 1，表示软件复位。

5.5 看门狗超时复位 (WDTO)

任何时候只要发生看门狗超时，器件都将异步产生 SYSRST 信号。时钟源仍然保持不变。在休眠或空闲模式期间发生 WDT 超时将唤醒处理器，但不会复位处理器。

复位控制 (RCON<4>) 寄存器中的看门狗定时器超时标志 (WDTO) 位置 1，表示看门狗定时器复位。关于看门狗复位的更多信息，请参见第 26.4 节“看门狗定时器 (WDT)”。

5.6 陷阱冲突复位

如果在某个优先级较高的陷阱正在进行处理时，发生了优先级较低的硬陷阱，则将发生硬陷阱冲突复位。硬陷阱包括优先级为 13 至 15 的异常。地址错误 (优先级 13) 和振荡器错误 (优先级 14) 陷阱归入此类。

复位控制 (RCON<15>) 寄存器中的陷阱复位标志 (TRAPR) 位置 1，表示陷阱冲突复位。关于陷阱冲突复位的更多信息，请参见第 6.0 节“中断控制器”。

5.7 配置不匹配复位

为维护外设引脚选择控制寄存器的完整性，硬件中的影子寄存器会不断监视它们。如果任何寄存器发生了意外更改（例如 ESD 或其他外部事件引起的电池干扰），将会发生配置不匹配复位。

复位控制（RCON<9>）寄存器中的配置不匹配标志（CM）位置 1，表示配置不匹配复位。关于配置不匹配复位的更多信息，请参见第 10.0 节 “I/O 端口”。

注： 配置不匹配特性与相关的复位标志位并非在所有器件上都可用。

5.8 非法条件器件复位

以下情况下会发生非法条件器件复位：

- 非法操作码复位
- 未初始化的 W 寄存器复位
- 安全性复位

复位控制（RCON<14>）寄存器中的非法操作码或未初始化的 W 访问复位标志（IOPUWR）位置 1，表示非法条件器件复位。

5.8.1 非法操作码复位

如果器件试图执行从程序存储器中取出非法操作码值，将会产生器件复位。

非法操作码复位功能可以阻止器件执行用于存储常量数据的程序存储器部分。要利用非法操作码复位，只能使用每个程序存储器部分的低 16 位存储数据值。高 8 位应该被编程为非法操作码值 3Fh。

5.8.2 未初始化的 W 寄存器复位

任何试图使用未初始化的 W 寄存器作为地址指针，将使器件复位。所有复位中都将清零 W 寄存器阵列（W15 例外），并在写入前将 W 寄存器视为未被初始化。

5.8.3 安全性复位

如果程序流更改（Program Flow Change, PFC）或向量流更改（Vector Flow Change, VFC）目标是受保护段（引导和安全段）中的受限地址单元，该操作将导致安全性复位。

重载程序计数器时，如果出现调用、跳转、计算得到的跳转、返回、从子程序返回或其他形式的转移指令，将发生 PFC。

以中断或陷阱向量重载程序计数器时会发生 VFC。

关于安全性复位的更多信息，请参见第 26.8 节 “代码保护和 CodeGuard™ 安全性”。

5.9 使用 RCON 状态位

任何器件复位后，用户应用程序都可以读取复位控制（RCON）寄存器以判断复位的原因。

注： RCON 寄存器中的状态位应该在被读取后清零，这样在器件复位后的下一个 RCON 寄存器值才有意义。

表 5-3 提供了复位标志位操作的汇总。

表 5-3: 复位标志位操作

标志位	置 1 原因:	清零原因:
TRAPR (RCON<15>)	陷阱冲突事件	POR 和 BOR
IOPWR (RCON<14>)	非法操作码或访问了未初始化的 W 寄存器或安全性复位	POR 和 BOR
CM (RCON<9>)	配置不匹配	POR 和 BOR
EXTR (RCON<7>)	MCLR 复位	POR
SWR (RCON<6>)	RESET 指令	POR 和 BOR
WDTO (RCON<4>)	WDT 超时	PWRSV 指令、CLRWDT 指令、POR 和 BOR
SLEEP (RCON<3>)	PWRSV #SLEEP 指令	POR 和 BOR
IDLE (RCON<2>)	PWRSV #IDLE 指令	POR 和 BOR
BOR (RCON<1>)	POR 和 BOR	
POR (RCON<0>)	POR	

注： 所有复位标志位均可由用户软件置 1 或清零。

6.0 中断控制器

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第6章 中断”（DS70184A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 中断控制器将诸多外设中断请求信号缩减到一个到 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 CPU 的中断请求。

中断控制器具有以下特性：

- 多达 8 个处理器异常和软件陷阱
- 8 个可由用户选择的优先级
- 具有多达 118 个向量的中断向量表（Interrupt Vector Table, IVT）
- 每个中断或异常源对应一个唯一的向量
- 在所指定的用户优先级内具有固定的优先级
- 用于支持调试的备用中断向量表（Alternate Interrupt Vector Table, AIVT）
- 固定的中断进入和返回延时

6.1 中断向量表

中断向量表（IVT）（如图 6-1 所示）驻留在程序存储器中，起始存储单元地址是 000004h。IVT 包含 126 个向量，由 8 个不可屏蔽的陷阱向量和多达 118 个中断源组成。一般来说，每个中断源都有自己的中断向量。每个中断向量都包含一个 24 位宽的地址。每个中断向量存储单元中设置的值是其相关的中断服务程序（ISR）的起始地址。

中断向量有一个自然优先级：也就是说每个中断向量的优先级与其在向量表中的位置有关。如果其他方面都相同，较低地址的中断向量具有较高的自然优先级。例如，与向量 0 相关的中断比任何其他向量地址的中断具有更高的自然优先级。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件实现了多达 53 个唯一中断和 5 个不可屏蔽的陷阱。表 6-1 对此做了总结。

6.1.1 备用中断向量表

备用中断向量表（AIVT）位于 IVT 之后，如图 6-1 所示。ALTIVT 控制位（INTCON2<15>）控制对 AIVT 的访问。如果 ALTIVT 位置 1，则所有的中断和异常处理都将使用备用向量，而非默认向量。备用向量与默认向量的组织方式相同。

AIVT 通过提供一种不需要重新编程中断向量就可以在应用程序和支持环境之间切换的方法，来支持调试功能。此特性也支持运行时在不同应用程序之间切换以便评估各种软件算法。如果不需要 AIVT，则应该用 IVT 中使用的地址设置 AIVT。

6.2 复位过程

器件复位不是真正的异常，因为复位过程中并不涉及到中断控制器。作为对复位的响应，dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件清零其寄存器，同时强制 PC 为零。然后数字信号控制器从地址 0x000000 处开始执行程序。用户在复位地址处设定一条 GOTO 指令，该指令会将程序重定位到相应的启动程序。

注： 应该使用包含 RESET 指令的默认中断处理程序的入口地址编程 IVT 和 AIVT 中所有未实现或未使用的向量存储单元。

图 6-1: dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 中断向量表

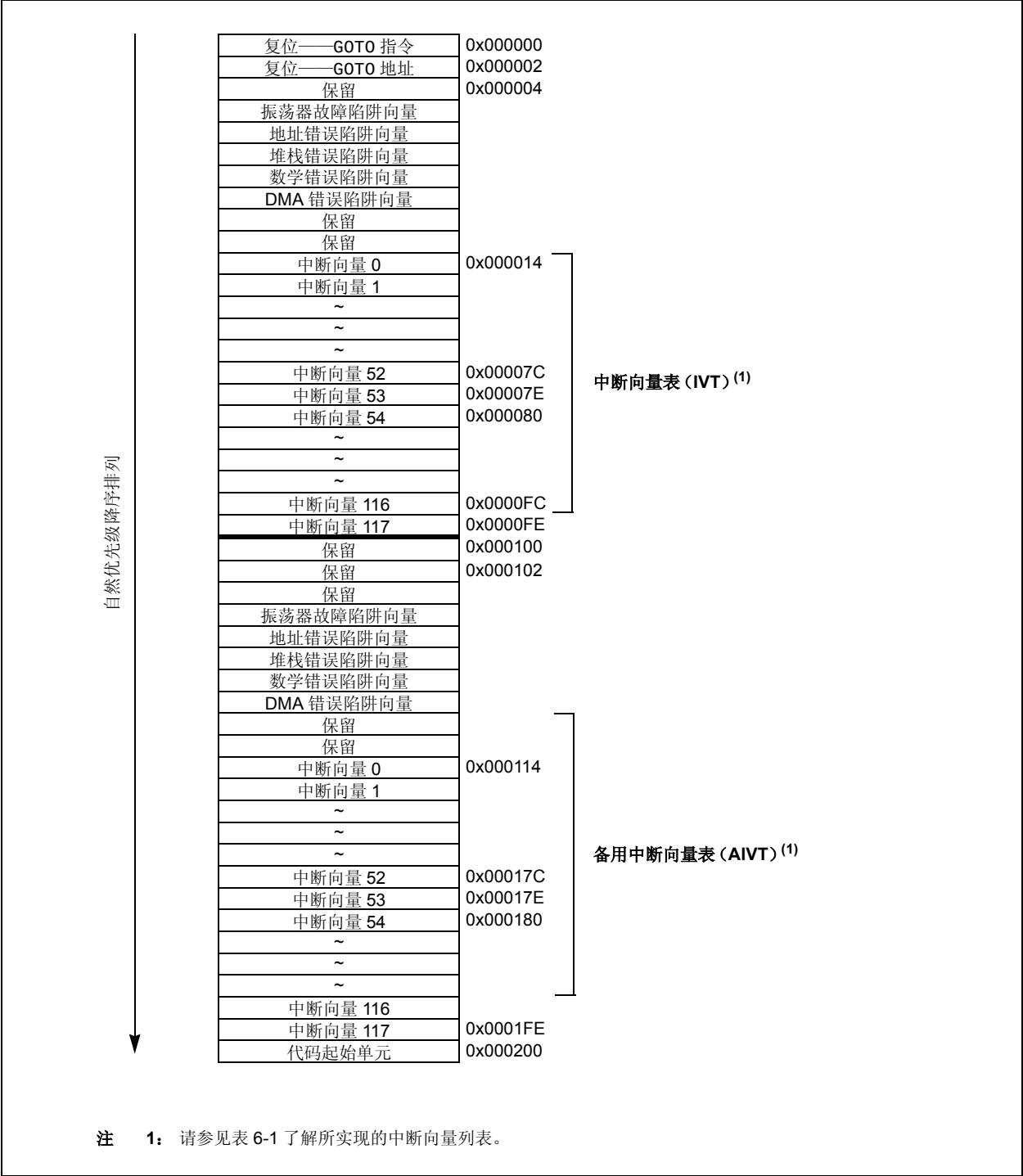


表 6-1: 中断向量

向量编号	IVT 地址	AIVT 地址	中断源
0	0x000004	0x000104	保留
1	0x000006	0x000106	振荡器故障
2	0x000008	0x000108	地址错误
3	0x00000A	0x00010A	堆栈错误
4	0x00000C	0x00010C	数学错误
5	0x00000E	0x00010E	DMA 错误
6	0x000010	0x000110	保留
7	0x000012	0x000112	保留
8	0x000014	0x000114	INT0——外部中断 0
9	0x000016	0x000116	IC1——输入捕捉 1
10	0x000018	0x000118	OC1——输出比较 1
11	0x00001A	0x00011A	T1——Timer1
12	0x00001C	0x00011C	DMA0——DMA 通道 0
13	0x00001E	0x00011E	IC2——输入捕捉 2
14	0x000020	0x000120	OC2——输出比较 2
15	0x000022	0x000122	T2——Timer2
16	0x000024	0x000124	T3——Timer3
17	0x000026	0x000126	SPI1E——SPI1 错误
18	0x000028	0x000128	SPI1——SPI1 传输完成
19	0x00002A	0x00012A	U1RX——UART1 接收器
20	0x00002C	0x00012C	U1TX——UART1 发送器
21	0x00002E	0x00012E	ADC1——ADC 1
22	0x000030	0x000130	DMA1——DMA 通道 1
23	0x000032	0x000132	保留
24	0x000034	0x000134	SI2C1——I2C1 从事件
25	0x000036	0x000136	MI2C1——I2C1 主事件
26	0x000038	0x000138	CM——比较器中断
27	0x00003A	0x00013A	CN——电平变化通知中断
28	0x00003C	0x00013C	INT1——外部中断 1
29	0x00003E	0x00013E	保留
30	0x000040	0x000140	IC7——输入捕捉 7
31	0x000042	0x000142	IC8——输入捕捉 8
32	0x000044	0x000144	DMA2——DMA 通道 2
33	0x000046	0x000146	OC3——输出比较 3
34	0x000048	0x000148	OC4——输出比较 4
35	0x00004A	0x00014A	T4——Timer4
36	0x00004C	0x00014C	T5——Timer5
37	0x00004E	0x00014E	INT2——外部中断 2
38	0x000050	0x000150	U2RX——UART2 接收器
39	0x000052	0x000152	U2TX——UART2 发送器
40	0x000054	0x000154	SPI2E——SPI2 错误
41	0x000056	0x000156	SPI2——SPI2 传输完成
42	0x000058	0x000158	C1RX——ECAN1 接收数据就绪
43	0x00005A	0x00015A	C1——ECAN1 事件
44	0x00005C	0x00015C	DMA3——DMA 通道 3
45	0x00005E	0x00015E	保留
46	0x000060	0x000160	保留

表 6-1: 中断向量 (续)

向量编号	IVT 地址	AIVT 地址	中断源
47	0x000062	0x000162	保留
48	0x000064	0x000164	保留
49	0x000066	0x000166	保留
50	0x000068	0x000168	保留
51	0x00006A	0x00016A	保留
52	0x00006C	0x00016C	保留
53	0x00006E	0x00016E	PMP——并行主端口
54	0x000070	0x000170	DMA4——DMA 通道 4
55	0x000072	0x000172	保留
56	0x000074	0x000174	保留
57	0x000076	0x000176	保留
58	0x000078	0x000178	保留
59	0x00007A	0x00017A	保留
60	0x00007C	0x00017C	保留
61	0x00007E	0x00017E	保留
62	0x000080	0x000180	保留
63	0x000082	0x000182	保留
64	0x000084	0x000184	保留
65	0x000086	0x000186	保留
66	0x000088	0x000188	保留
67	0x00008A	0x00018A	DCIE——DCI 错误
68	0x00008C	0x00018C	DCI——DCI 传输完成
69	0x00008E	0x00018E	DMA5——DMA 通道 5
70	0x000090	0x000190	RTCC——实时时钟
71	0x000092	0x000192	保留
72	0x000094	0x000194	保留
73	0x000096	0x000196	U1E——UART1 错误
74	0x000098	0x000198	U2E——UART2 错误
75	0x00009A	0x00019A	CRC——CRC 发生器中断
76	0x00009C	0x00019C	DMA6——DMA 通道 6
77	0x00009E	0x00019E	DMA7——DMA 通道 7
78	0x0000A0	0x0001A0	C1TX——ECAN1 发送数据请求
79	0x0000A2	0x0001A2	保留
80	0x0000A4	0x0001A4	保留
81	0x0000A6	0x0001A6	保留
82	0x0000A8	0x0001A8	保留
83	0x0000AA	0x0001AA	保留
84	0x0000AC	0x0001AC	保留
85	0x0000AE	0x0001AE	保留
86	0x0000B0	0x0001B0	DAC1R——DAC1 右数据请求
87	0x0000B2	0x0001B2	DAC1L——DAC1 左数据请求
88-126	0x0000B4-0x0000FE	0x0001B4-0x0001FE	保留

6.3 中断控制和状态寄存器

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件共有 30 个用于中断控制器的寄存器：

- INTCON1
- INTCON2
- IFSx
- IECx
- IPCx
- INTTREG

6.3.1 INTCON1 和 INTCON2

INTCON1 和 INTCON2 控制全局中断。INTCON1 中含有中断嵌套禁止（NSTDIS）位，以及处理器陷阱源的控制和状态标志。INTCON2 寄存器控制外部中断请求信号行为以及备用中断向量表的使用。

6.3.2 IFSx

IFS 寄存器包含所有中断请求标志。每个中断源都有一个状态位，由各自的外设或外部信号置 1，而由软件清零。

6.3.3 IECx

IEC 寄存器包含所有中断允许位。这些控制位用于单独允许外设或外部信号中断。

6.3.4 IPCx

IPC 寄存器用于设置每个中断源的中断优先级。可以给每个用户中断源分配 8 个优先级之一。

6.3.5 INTTREG

INTTREG 寄存器包含相关的中断向量编号和新的 CPU 中断优先级，分别锁存在 INTTREG 寄存器中的向量编号（VECNUM<6:0>）和中断优先级（ILR<3:0>）位域中。新的中断优先级是等待处理中断的优先级。

中断源按表 6-1 中的顺序分配给 IFSx、IECx 和 IPCx 寄存器。例如，INT0（外部中断 0）表示向量编号为 8，自然优先级为 0 的外部中断。所以 INT0IF 位在 IFS0<0> 中，INT0IE 位在 IEC0<0> 中，INT0IP 位在 IPC0 的第一个位位置（IPC0<2:0>）中。

6.3.6 状态 / 控制寄存器

尽管两个 CPU 控制寄存器不是中断控制硬件的特定组成部分，但它们仍包含控制中断功能的位。

- CPU 状态寄存器 SR 包含 IPL<2:0> 位（SR<7:5>）。这些位表示当前 CPU 中断优先级。用户软件可以通过写 IPL 位来更改当前 CPU 优先级。
- CORCON 寄存器包含 IPL3 位，这个位与 IPL<2:0> 位一起表示当前 CPU 优先级。IPL3 是只读位，所以用户软件无法屏蔽陷阱事件。

在下面各页中的寄存器 6-1 到寄存器 6-31 说明了所有的中断寄存器。

寄存器 6-1: SR: CPU 状态寄存器 (1)

R-0	R-0	R/C-0	R/C-0	R-0	R/C-0	R -0	R/W-0
OA	OB	SA	SB	OAB	SAB	DA	DC
bit 15							bit 8
R/W-0(3)	R/W-0(3)	R/W-0(3)	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
IPL2(2)	IPL1(2)	IPL0(2)	RA	N	OV	Z	C
bit 7							bit 0

图注:		
C = 只可清零位	R = 可读位	U = 未实现位, 读为 0
S = 只可置 1 位	W = 可写位	-n = POR 时的值
1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 7-5 IPL<2:0>: CPU 中断优先级状态位 (2)

111 = CPU 中断优先级为 7 (15), 禁止用户中断

110 = CPU 中断优先级为 6 (14)

101 = CPU 中断优先级为 5 (13)

100 = CPU 中断优先级为 4 (12)

011 = CPU 中断优先级为 3 (11)

010 = CPU 中断优先级为 2 (10)

001 = CPU 中断优先级为 1 (9)

000 = CPU 中断优先级为 0 (8)

- 注 1: 如需了解整个寄存器的详细信息, 请参见寄存器 2-1: “SR: CPU 状态寄存器”。
- 2: IPL<2:0> 位与 IPL<3> 位 (CORCON<3>) 组合形成 CPU 中断优先级。如果 IPL<3> = 1, 那么括号中的值表示 IPL。当 IPL<3> = 1 时, 禁止用户中断。
- 3: 当 NSTDIS (INTCON1<15>) = 1 时, IPL<2:0> 状态位是只读的。

寄存器 6-2: CORCON: 内核控制寄存器⁽¹⁾

U-0		U-0		U-0		R/W-0		R/W-0		R-0		R-0		R-0	
—		—		—		US		EDT		DL<2:0>					
bit 15														bit 8	

R/W-0		R/W-0		R/W-1		R/W-0		R/C-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0	
SATA		SATB		SATDW		ACCSAT		IPL3 ⁽²⁾		PSV		RND		IF	
bit 7														bit 0	

图注:	C = 只可清零位		
R = 可读位	W = 可写位	-n = POR 时的值	1 = 置 1
0 = 清零	x = 未知	U = 未实现位, 读为 0	

bit 3 **IPL3:** CPU 中断优先级状态位 3⁽²⁾
 1 = CPU 中断优先级大于 7
 0 = CPU 中断优先级等于或小于 7

- 注 1: 如需了解整个寄存器的详细信息, 请参见寄存器 2-2: “CORCON: 内核控制寄存器”。
- 2: IPL3 位与 IPL<2:0> 位 (SR<7:5>) 组合形成 CPU 中断优先级。

寄存器 6-3: INTCON1: 中断控制寄存器 1

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
NSTDIS	OVAERR	OVBERR	COVAERR	COVBERR	OVATE	OVATE	COVTE
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0
SFTACERR	DIV0ERR	DMACERR	MATHERR	ADDRERR	STKERR	OSCFAIL	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **NSTDIS:** 中断嵌套禁止位
1 = 禁止中断嵌套
0 = 使能中断嵌套
- bit 14 **OVAERR:** 累加器 A 溢出陷阱标志位
1 = 陷阱由累加器 A 溢出引起
0 = 陷阱不是由累加器 A 溢出引起
- bit 13 **OVBERR:** 累加器 B 溢出陷阱标志位
1 = 陷阱由累加器 B 溢出引起
0 = 陷阱不是由累加器 B 溢出引起
- bit 12 **COVAERR:** 累加器 A 灾难性溢出陷阱标志位
1 = 陷阱由累加器 A 灾难性溢出引起
0 = 陷阱不是由累加器 A 灾难性溢出引起
- bit 11 **COVBERR:** 累加器 B 灾难性溢出陷阱标志位
1 = 陷阱由累加器 B 灾难性溢出引起
0 = 陷阱不是由累加器 B 灾难性溢出引起
- bit 10 **OVATE:** 累加器 A 溢出陷阱允许位
1 = 允许累加器 A 溢出陷阱
0 = 禁止陷阱
- bit 9 **OVATE:** 累加器 B 溢出陷阱允许位
1 = 允许累加器 B 溢出陷阱
0 = 禁止陷阱
- bit 8 **COVTE:** 灾难性溢出陷阱允许位
1 = 允许累加器 A 或 B 的灾难性溢出陷阱
0 = 禁止陷阱
- bit 7 **SFTACERR:** 累加器移位错误状态位
1 = 数学错误陷阱由非法累加器移位引起
0 = 数学错误陷阱不是由非法累加器移位引起
- bit 6 **DIV0ERR:** 算术错误状态位
1 = 数学错误陷阱由被零除引起
0 = 数学错误陷阱不是由被零除引起
- bit 5 **DMACERR:** DMA 控制器错误状态位
1 = 发生了 DMA 控制器错误陷阱
0 = 未发生 DMA 控制器错误陷阱
- bit 4 **MATHERR:** 算术错误状态位
1 = 发生了数学错误陷阱
0 = 未发生数学错误陷阱

寄存器 6-3: INTCON1: 中断控制寄存器 1 (续)

bit 3	ADDRERR: 地址错误陷阱状态位 1 = 发生了地址错误陷阱 0 = 未发生地址错误陷阱
bit 2	STKERR: 堆栈错误陷阱状态位 1 = 发生了堆栈错误陷阱 0 = 未发生堆栈错误陷阱
bit 1	OSCFAIL: 振荡器故障陷阱状态位 1 = 发生了振荡器故障陷阱 0 = 未发生振荡器故障陷阱
bit 0	未实现: 读为 0

寄存器 6-4: INTCON2: 中断控制寄存器 2

R/W-0	R-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
ALTIVT	DISI	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8
U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	INT2EP	INT1EP	INT0EP
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **ALTIVT:** 备用中断向量表使能位
 1 = 使用备用向量表
 0 = 使用标准 (默认) 向量表
- bit 14 **DISI:** DISI 指令状态位
 1 = 执行了 DISI 指令
 0 = 没有执行 DISI 指令
- bit 13-3 **未实现:** 读为 0
- bit 2 **INT2EP:** 外部中断 2 边沿检测极性选择位
 1 = 下降沿中断
 0 = 上升沿中断
- bit 1 **INT1EP:** 外部中断 1 边沿检测极性选择位
 1 = 下降沿中断
 0 = 上升沿中断
- bit 0 **INT0EP:** 外部中断 0 边沿检测极性选择位
 1 = 下降沿中断
 0 = 上升沿中断

寄存器 6-5: IFS0: 中断标志状态寄存器 0

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	DMA1IF	AD1IF	U1TXIF	U1RXIF	SPI1IF	SPI1EIF	T3IF
bit 15							bit 8
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
T2IF	OC2IF	IC2IF	DMA0IF	T1IF	OC1IF	IC1IF	INT0IF
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **未实现:** 读为 0
- bit 14 **DMA1IF:** DMA 通道 1 数据传输完成中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 13 **AD1IF:** ADC1 转换完成中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 12 **U1TXIF:** UART1 发送器中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 11 **U1RXIF:** UART1 接收器中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 10 **SPI1IF:** SPI1 事件中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 9 **SPI1EIF:** SPI1 错误中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 8 **T3IF:** Timer3 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 7 **T2IF:** Timer2 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 6 **OC2IF:** 输出比较通道 2 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 5 **IC2IF:** 输入捕捉通道 2 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 4 **DMA0IF:** DMA 通道 0 数据传输完成中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 3 **T1IF:** Timer1 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求

寄存器 6-5: IFS0: 中断标志状态寄存器 0 (续)

bit 2	OC1IF: 输出比较通道 1 中断标志状态位 1 = 产生了中断请求 0 = 未产生中断请求
bit 1	IC1IF: 输入捕捉通道 1 中断标志状态位 1 = 产生了中断请求 0 = 未产生中断请求
bit 0	INT0IF: 外部中断 0 标志状态位 1 = 产生了中断请求 0 = 未产生中断请求

寄存器 6-6: IFS1: 中断标志状态寄存器 1

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
U2TXIF	U2RXIF	INT2IF	T5IF	T4IF	OC4IF	OC3IF	DMA2IF
bit 15							bit 8
R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
IC8IF	IC7IF	—	INT1IF	CNIF	CMIF	MI2C1IF	SI2C1IF
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **U2TXIF:** UART2 发送器中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 14 **U2RXIF:** UART2 接收器中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 13 **INT2IF:** 外部中断 2 标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 12 **T5IF:** Timer5 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 11 **T4IF:** Timer4 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 10 **OC4IF:** 输出比较通道 4 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 9 **OC3IF:** 输出比较通道 3 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 8 **DMA2IF:** DMA 通道 2 数据传输完成中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 7 **IC8IF:** 输入捕捉通道 8 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 6 **IC7IF:** 输入捕捉通道 7 中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **INT1IF:** 外部中断 1 标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 3 **CNIF:** 输入电平变化通知中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求

寄存器 6-6: IFS1: 中断标志状态寄存器 1 (续)

bit 2	CMIF: 比较器中断标志状态位 1 = 产生了中断请求 0 = 未产生中断请求
bit 1	MI2C1IF: I2C1 主事件中断标志状态位 1 = 产生了中断请求 0 = 未产生中断请求
bit 0	SI2C1IF: I2C1 从事件中断标志状态位 1 = 产生了中断请求 0 = 未产生中断请求

寄存器 6-7: IFS2: 中断标志状态寄存器 2

U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	DMA4IF	PMPIF	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	DMA3IF	C1IF ⁽¹⁾	C1RXIF ⁽¹⁾	SPI2IF	SPI2EIF
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **未实现:** 读为 0
- bit 14 **DMA4IF:** DMA 通道 4 数据传输完成中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 13 **PMPIF:** 并行主端口中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 12-5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **DMA3IF:** DMA 通道 3 数据传输完成中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 3 **C1IF:** ECAN1 事件中断标志状态位 ⁽¹⁾
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 2 **C1RXIF:** ECAN1 接收数据就绪中断标志状态位 ⁽¹⁾
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 1 **SPI2IF:** SPI2 事件中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 0 **SPI2EIF:** SPI2 错误中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求

注 1: 在不具有 ECAN™ 模块的器件上被禁止的中断。

寄存器 6-8: IFS3: 中断标志状态寄存器 3

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0
—	RTCIF	DMA5IF	DCIIF	DCIEIF	—	—	—
bit 15						bit 8	
U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 7						bit 0	

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15 未实现: 读为 0
- bit 14 RTCIF: 实时时钟 / 日历中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 13 DMA5IF: DMA 通道 5 数据传输完成中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 12 DCIIF: DCI 事件中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 11 DCIEIF: DCI 错误中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 10-0 未实现: 读为 0

寄存器 6-9: IFS4: 中断标志状态寄存器 4

R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
DAC1LIF ⁽²⁾	DAC1RIF ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8
U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0
—	C1TXIF ⁽¹⁾	DMA7IF	DMA6IF	CRCIF	U2EIF	U1EIF	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **DAC1LIF:** DAC 左通道中断标志状态位 ⁽²⁾
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 14 **DAC1RIF:** DAC 右通道中断标志状态位 ⁽²⁾
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 13-7 **未实现:** 读为 0
- bit 6 **C1TXIF:** ECAN1 接收数据就绪中断标志状态位 ⁽¹⁾
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 5 **DMA7IF:** DMA 通道 7 数据传输完成中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 4 **DMA6IF:** DMA 通道 6 数据传输完成中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 3 **CRCIF:** CRC 发生器中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 2 **U2EIF:** UART2 错误中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 1 **U1EIF:** UART1 错误中断标志状态位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 0 **未实现:** 读为 0

注 1: 在不具有 ECAN™ 模块的器件上被禁止的中断。

2: 在不具有音频 DAC 模块的器件上被禁止的中断。

寄存器 6-10: IEC0: 中断允许控制寄存器 0

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	DMA1IE	AD1IE	U1TXIE	U1RXIE	SPI1IE	SPI1EIE	T3IE
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
T2IE	OC2IE	IC2IE	DMA0IE	T1IE	OC1IE	IC1IE	INT0IE
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15	未实现: 读为 0
bit 14	DMA1IE: DMA 通道 1 数据传输完成中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 13	AD1IE: ADC1 转换完成中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 12	U1TXIE: UART1 发送器中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 11	U1RXIE: UART1 接收器中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 10	SPI1IE: SPI1 事件中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 9	SPI1EIE: SPI1 错误中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 8	T3IE: Timer3 中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 7	T2IE: Timer2 中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 6	OC2IE: 输出比较通道 2 中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 5	IC2IE: 输入捕捉通道 2 中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 4	DMA0IE: DMA 通道 0 数据传输完成中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 3	T1IE: Timer1 中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求

寄存器 6-10: IEC0: 中断允许控制寄存器 0 (续)

bit 2	OC1IE: 输出比较通道 1 中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 1	IC1IE: 输入捕捉通道 1 中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 0	INT0IE: 外部中断 0 标志状态位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求

寄存器 6-11: IEC1: 中断允许控制寄存器 1

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
U2TXIE	U2RXIE	INT2IE	T5IE	T4IE	OC4IE	OC3IE	DMA2IE
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
IC8IE	IC7IE	—	INT1IE	CNIE	CMIE	MI2C1IE	SI2C1IE
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **U2TXIE:** UART2 发送器中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 14 **U2RXIE:** UART2 接收器中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 13 **INT2IE:** 外部中断 2 允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 12 **T5IE:** Timer5 中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 11 **T4IE:** Timer4 中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 10 **OC4IE:** 输出比较通道 4 中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 9 **OC3IE:** 输出比较通道 3 中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 8 **DMA2IE:** DMA 通道 2 数据传输完成中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 7 **IC8IE:** 输入捕捉通道 8 中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 6 **IC7IE:** 输入捕捉通道 7 中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **INT1IE:** 外部中断 1 允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 3 **CNIE:** 输入电平变化通知中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求

寄存器 6-11: IEC1: 中断允许控制寄存器 1 (续)

bit 2	CMIE: 比较器中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 1	MI2C1IE: I2C1 主事件中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 0	SI2C1IE: I2C1 从事件中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求

寄存器 6-12: IEC2: 中断允许控制寄存器 2

U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	DMA4IE	PMPIE	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	DMA3IE	C1IE ⁽¹⁾	C1RXIE ⁽¹⁾	SPI2IE	SPI2EIE
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15	未实现: 读为 0
bit 14	DMA4IE: DMA 通道 4 数据传输完成中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 13	PMPIE: 并行主端口中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 12-5	未实现: 读为 0
bit 4	DMA3IE: DMA 通道 3 数据传输完成中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 3	C1IE: ECAN1 事件中断允许位 ⁽¹⁾ 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 2	C1RXIE: ECAN1 接收数据就绪中断允许位 ⁽¹⁾ 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 1	SPI2IE: SPI2 事件中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求
bit 0	SPI2EIE: SPI2 错误中断允许位 1 = 允许中断请求 0 = 禁止中断请求

注 1: 在不具有 ECAN™ 模块的器件上被禁止的中断。

寄存器 6-13: IEC3: 中断允许控制寄存器 3

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0
—	RTCIE	DMA5IE	DCIIE	DCIEIE	—	—	—
bit 15						bit 8	

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 7						bit 0	

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **未实现:** 读为 0
- bit 14 **RTCIE:** 实时时钟 / 日历中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 13 **DMA5IE:** DMA 通道 5 数据传输完成中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 12 **DCIIE:** DCI 事件中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 11 **DCIEIE:** DCI 错误中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 10-0 **未实现:** 读为 0

寄存器 6-14: IEC4: 中断允许控制寄存器 4

R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
DAC1LIE ⁽²⁾	DAC1RIE ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0
—	C1TXIE ⁽¹⁾	DMA7IE	DMA6IE	CRCIE	U2EIE	U1EIE	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **DAC1LIE:** DAC 左通道中断允许位 ⁽²⁾
 1 = 允许中断请求
 0 = 禁止中断请求
- bit 14 **DAC1RIE:** DAC 右通道中断允许位 ⁽²⁾
 1 = 允许中断请求
 0 = 禁止中断请求
- bit 13-7 **未实现:** 读为 0
- bit 6 **C1TXIE:** ECAN1 接收数据就绪中断允许位 ⁽¹⁾
 1 = 允许中断请求
 0 = 禁止中断请求
- bit 5 **DMA7IE:** DMA 通道 7 数据传输完成中断允许位
 1 = 允许中断请求
 0 = 禁止中断请求
- bit 4 **DMA6IE:** DMA 通道 6 数据传输完成中断允许位
 1 = 允许中断请求
 0 = 禁止中断请求
- bit 3 **CRCIE:** CRC 发生器中断允许位
 1 = 允许中断请求
 0 = 禁止中断请求
- bit 2 **U2EIE:** UART2 错误中断允许位
 1 = 允许中断请求
 0 = 禁止中断请求
- bit 1 **U1EIE:** UART1 错误中断允许位
 1 = 允许中断请求
 0 = 禁止中断请求
- bit 0 **未实现:** 读为 0

注 1: 在不具有 ECAN™ 模块的器件上被禁止的中断。

2: 在不具有音频 DAC 模块的器件上被禁止的中断。

寄存器 6-15: IPC0: 中断优先级控制寄存器 0

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	T1IP<2:0>			—	OC1IP<2:0>		
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	IC1IP<2:0>			—	INT0IP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0

bit 14-12 **T1IP<2:0>**: Timer1 中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **OC1IP<2:0>**: 输出比较通道 1 中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **IC1IP<2:0>**: 输入捕捉通道 1 中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 3 未实现: 读为 0

bit 2-0 **INT0IP<2:0>**: 外部中断 0 优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

寄存器 6-16: IPC1: 中断优先级控制寄存器 1

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	T2IP<2:0>			—	OC2IP<2:0>		
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	IC2IP<2:0>			—	DMA0IP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0

bit 14-12 **T2IP<2:0>**: Timer2 中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•
•
•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **OC2IP<2:0>**: 输出比较通道 2 中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•
•
•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **IC2IP<2:0>**: 输入捕捉通道 2 中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•
•
•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 3 未实现: 读为 0

bit 2-0 **DMA0IP<2:0>**: DMA 通道 0 数据传输完成中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•
•
•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

寄存器 6-17: IPC2: 中断优先级控制寄存器 2

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	U1RXIP<2:0>			—	SPI1IP<2:0>		
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	SPI1EIP<2:0>			—	T3IP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0

bit 14-12 **U1RXIP<2:0>**: UART1 接收器中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **SPI1IP<2:0>**: SPI1 事件中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **SPI1EIP<2:0>**: SPI1 错误中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 3 未实现: 读为 0

bit 2-0 **T3IP<2:0>**: Timer3 中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

寄存器 6-18: IPC3: 中断优先级控制寄存器 3

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	DMA1IP<2:0>		
bit 15					bit 8		
U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	AD1IP<2:0>			—	U1TXIP<2:0>		
bit 7					bit 0		

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15-11	未实现: 读为 0
bit 10-8	DMA1IP<2:0> : DMA 通道 1 数据传输完成中断优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源
bit 7	未实现: 读为 0
bit 6-4	AD1IP<2:0> : ADC1 转换完成中断优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源
bit 3	未实现: 读为 0
bit 2-0	U1TXIP<2:0> : UART1 发送器中断优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源

寄存器 6-19: IPC4: 中断优先级控制寄存器 4

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	CNIP<2:0>			—	CMIP<2:0>		
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	MI2C1IP<2:0>			—	SI2C1IP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0

bit 14-12 **CNIP<2:0>**: 电平变化通知中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **CMIP<2:0>**: 比较器中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **MI2C1IP<2:0>**: I2C1 主事件中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 3 未实现: 读为 0

bit 2-0 **SI2C1IP<2:0>**: I2C1 从事件中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

寄存器 6-20: IPC5: 中断优先级控制寄存器 5

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	IC8IP<2:0>			—	IC7IP<2:0>		
bit 15				bit 8			
U-0	U-1	U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	INT1IP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15	未实现: 读为 0
bit 14-12	IC8IP<2:0>: 输入捕捉通道 8 中断优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源
bit 11	未实现: 读为 0
bit 10-8	IC7IP<2:0>: 输入捕捉通道 7 中断优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源
bit 7-3	未实现: 读为 0
bit 2-0	INT1IP<2:0>: 外部中断 1 优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源

寄存器 6-21: IPC6: 中断优先级控制寄存器 6

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	T4IP<2:0>			—	OC4IP<2:0>		
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	OC3IP<2:0>			—	DMA2IP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0

bit 14-12 **T4IP<2:0>**: Timer4 中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **OC4IP<2:0>**: 输出比较通道 4 中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **OC3IP<2:0>**: 输出比较通道 3 中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 3 未实现: 读为 0

bit 2-0 **DMA2IP<2:0>**: DMA 通道 2 数据传输完成中断优先级位
 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

寄存器 6-22: IPC7: 中断优先级控制寄存器 7

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	U2TXIP<2:0>			—	U2RXIP<2:0>		
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	INT2IP<2:0>			—	T5IP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15	未实现: 读为 0
bit 14-12	U2TXIP<2:0> : UART2 发送器中断优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源
bit 11	未实现: 读为 0
bit 10-8	U2RXIP<2:0> : UART2 接收器中断优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源
bit 7	未实现: 读为 0
bit 6-4	INT2IP<2:0> : 外部中断 2 优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源
bit 3	未实现: 读为 0
bit 2-0	T5IP<2:0> : Timer5 中断优先级位 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源

寄存器 6-23: IPC8: 中断优先级控制寄存器 8

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	C1IP<2:0> ⁽¹⁾			—	C1RXIP<2:0> ⁽¹⁾		
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	SPI2IP<2:0>			—	SPI2EIP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0

bit 14-12 **C1IP<2:0>**: ECAN1 事件中断优先级位 ⁽¹⁾

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **C1RXIP<2:0>**: ECAN1 接收数据就绪中断优先级位 ⁽¹⁾

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **SPI2IP<2:0>**: SPI2 事件中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 3 未实现: 读为 0

bit 2-0 **SPI2EIP<2:0>**: SPI2 错误中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

注 1: 在不具有 ECAN™ 模块的器件上被禁止的中断。

寄存器 6-24: IPC9: 中断优先级控制寄存器 9

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8
U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	DMA3IP<2:0>		
bit 7							bit 0

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15-3
- 未实现: 读为 0
- bit 2-0
- DMA3IP<2:0>: DMA 通道 3 数据传输完成中断优先级位
- 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)
- •

•
- 001 = 中断优先级为 1
- 000 = 禁止中断源

寄存器 6-25: IPC11: 中断优先级控制寄存器 11

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	DMA4IP<2:0>		
bit 15					bit 8		

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	PMPIP<2:0>			—	—	—	—
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **DMA4IP<2:0>**: DMA 通道 4 数据传输完成中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **PMPIP<2:0>**: 并行主端口中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 3-0 未实现: 读为 0

寄存器 6-26: IPC14: 中断优先级控制寄存器 14

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	DCIEIP<2:0>			—	—	—	—
bit 15				bit 8			
U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 7				bit 0			

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15

未实现: 读为 0

bit 14-12

DCIEIP<2:0>: DCI 错误中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

.

.

.

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 11-0

未实现: 读为 0

寄存器 6-27: IPC15: 中断优先级控制寄存器 15

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	RTCIP<2:0>		
bit 15					bit 8		

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	DMA5IP<2:0>			—	DCIIP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **RTCIP<2:0>**: 实时时钟 / 日历中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **DMA5IP<2:0>**: DMA 通道 5 数据传输完成中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 3-0 **DCIIP<2:0>**: DCI 事件中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

寄存器 6-28: IPC16: 中断优先级控制寄存器 16

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	CRCIP<2:0>			—	U2EIP<2:0>		
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	U1EIP<2:0>			—	—	—	—
bit 7				bit 0			

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15 未实现: 读为 0
- bit 14-12 **CRCIP<2:0>**: CRC 发生器错误中断优先级位
111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)
 .
 .
 .
001 = 中断优先级为 1
000 = 禁止中断源
- bit 11 未实现: 读为 0
- bit 10-8 **U2EIP<2:0>**: UART2 错误中断优先级位
111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)
 .
 .
 .
001 = 中断优先级为 1
000 = 禁止中断源
- bit 7 未实现: 读为 0
- bit 6-4 **U1EIP<2:0>**: UART1 错误中断优先级位
111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)
 .
 .
 .
001 = 中断优先级为 1
000 = 禁止中断源
- bit 3-0 未实现: 读为 0

寄存器 6-29: IPC17: 中断优先级控制寄存器 17

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	C1TXIP<2:0> ⁽¹⁾		
bit 15					bit 8		

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	DMA7IP<2:0>			—	DMA6IP<2:0>		
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **C1TXIP<2:0>**: ECAN1 发送数据请求中断优先级位 ⁽¹⁾

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **DMA7IP<2:0>**: DMA 通道 7 数据传输完成中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

bit 3 未实现: 读为 0

bit 2-0 **DMA6IP<2:0>**: DMA 通道 6 数据传输完成中断优先级位

111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断)

•

•

•

001 = 中断优先级为 1

000 = 禁止中断源

注 1: 在不具有 ECAN™ 模块的器件上被禁止的中断。

寄存器 6-30: IPC19: 中断优先级控制寄存器 19

U-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	DAC1LIP<2:0> ⁽¹⁾			—	DAC1RIP<2:0> ⁽¹⁾		
bit 15				bit 8			
U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 7				bit 0			

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15	未实现: 读为 0
bit 14-12	DAC1LIP<2:0> : DAC 左通道中断优先级位 ⁽¹⁾ 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源
bit 11	未实现: 读为 0
bit 10-8	DAC1RIP<2:0> : DAC 右通道中断优先级位 ⁽¹⁾ 111 = 中断优先级为 7 (最高优先级中断) . . . 001 = 中断优先级为 1 000 = 禁止中断源
bit 7-0	未实现: 读为 0

注 1: 在不具有音频 DAC 模块的器件上被禁止的中断。

寄存器 6-31: INTTREG: 中断控制和状态寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	—	—	—	ILR<3:0>			
bit 15				bit 8			

U-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	VECNUM<6:0>						
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-12 未实现: 读为 0

bit 11-8 **ILR**: 新的 CPU 中断优先级位

1111 = CPU 中断优先级为 15

•

•

•

0001 = CPU 中断优先级为 1

0000 = CPU 中断优先级为 0

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-0 **VECNUM**: 待处理中断向量编号位

0111111 = 待处理中断向量的编号为 135

•

•

•

0000001 = 待处理中断向量的编号为 9

0000000 = 待处理中断向量的编号为 8

6.4 中断设置过程

6.4.1 初始化

要在初始化时配置中断源：

1. 如果不需要嵌套中断，则将 **NSTDIS** 位 (**INTCON1<15>**) 置 1。
2. 通过写相应 **IPCx** 寄存器中的控制位为中断源选择由用户分配的优先级。优先级取决于具体的应用和中断源类型。如果不需要多个优先级，则可以将所有允许中断源的 **IPCx** 寄存器控制位编程为相同的非零值。

注： 在器件复位时，**IPCx** 寄存器被初始化，为所有用户中断源分配优先级 4。

3. 将相应 **IFSx** 寄存器中与外设相关的中断标志状态位清零。
4. 通过将相应 **IECx** 寄存器中与中断源相关的中断允许控制位置 1 来允许中断源。

6.4.2 中断服务程序

如何声明**ISR**以及怎样使用正确的向量地址初始化**IVT**，将取决于编程语言（C 语言或汇编语言）和用于开发应用程序的语言开发工具包。

一般情况下，用户应用程序必须将相应 **IFSx** 寄存器中与 **ISR** 处理的中断源相对应的中断标志清零。否则，在退出程序后将立即重新进入 **ISR**。如果 **ISR** 用汇编语言编码，则必须使用 **RETFIE** 指令结束 **ISR**，以便将保存的 **PC** 值、**SRL** 值和原先的 **CPU** 优先级弹出堆栈。

6.4.3 陷阱服务程序

除了必须清零 **INTCON1** 寄存器中相应的陷阱状态标志来避免重新进入陷阱服务程序（**Trap Service Routine, TSR**）之外，**TSR** 使用与 **ISR** 类似的方式编写。

6.4.4 中断禁止

所有的用户中断均可以使用以下步骤禁止：

1. 使用 **PUSH** 指令将当前的 **SR** 值压入软件堆栈。
2. 通过将值 **OEh** 与 **SRL** 进行逻辑或运算来强制将 **CPU** 的优先级设置为 7。

要允许用户中断，则可以使用 **POP** 指令恢复先前的 **SR** 值。

注： 只能禁止优先级小于或等于 7 的用户中断。不能禁止陷阱源（优先级为 8-15）。

使用 **DISI** 指令可以方便地将优先级为 1-6 的中断禁止一段固定的时间。**DISI** 指令不能禁止优先级为 7 的中断源。

7.0 直接存储器访问（DMA）

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第22章 直接存储器访问（DMA）”（DS70182A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

直接存储器访问（Direct Memory Access, DMA）是在外设 SFR（如 UART 接收缓冲区和输入捕捉 1 缓冲区）和 RAM 中缓冲区或存储在 RAM 中的变量间复制数据的非常高效的机制，它极少需要 CPU 干预。在每次外设中断发生时，DMA 控制器能自动复制整块数据，无需用户软件读或写外设特殊功能寄存器（SFR）。DMA 控制器使用专用的总线传输数据，因此，不会占用 CPU 的代码执行周期。要使用 DMA 功能，相应的用户缓冲区或变量必须位于 DMA RAM 中。

表 7-1 中列出了可以使用 DMA 的 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 外设。

表 7-1: DMA 通道与外设关系

外设与 DMA 关系	DMAxREQ 寄存器 IRQSEL<6:0> 位	从外设读取的 DMAxPAD 寄存器值	向外设写入的 DMAxPAD 寄存器值
INT0——外部中断 0	00000000	—	—
IC1——输入捕捉 1	00000001	0x0140（IC1BUF）	—
OC1——输出比较 1 数据	00000010	—	0x0182（OC1R）
OC1——输出比较 1 辅助数据	00000010	—	0x0180（OC1RS）
IC2——输入捕捉 2	00000101	0x0144（IC2BUF）	—
OC2——输出比较 2 数据	00000110	—	0x0188（OC2R）
OC2——输出比较 2 辅助数据	00000110	—	0x0186（OC2RS）
TMR2——Timer2	00000111	—	—
TMR3——Timer3	00010000	—	—
SPI1——传输完成	0001010	0x0248（SPI1BUF）	0x0248（SPI1BUF）
UART1RX——UART1 接收器	0001011	0x0226（U1RXREG）	—
UART1TX——UART1 发送器	0001100	—	0x0224（U1TXREG）
ADC1——ADC1 转换完成	0001101	0x0300（ADC1BUF0）	—
UART2RX——UART2 接收器	0011110	0x0236（U2RXREG）	—
UART2TX——UART2 发送器	0011111	—	0x0234（U2TXREG）
SPI2——传输完成	0100001	0x0268（SPI2BUF）	0x0268（SPI2BUF）
ECAN1——接收数据就绪	0100010	0x0440（C1RXD）	—
PMP——主控数据传输	0101101	0x0608（PMDIN1）	0x0608（PMDIN1）
ECAN1——发送数据请求	1000110	—	0x0442（C1TXD）
DCI——编解码器传输完成	0111100	0x0290（RXBUF0）	0x0298（TXBUF0）
DAC1——右数据输出	1001110	—	0x03F6（DAC1RDAT）
DAC2——左数据输出	1001111	—	0x03F8（DAC1LDAT）

DMA 控制器具有 8 路相同的数据传输通道。

每路通道都有一组控制和状态寄存器。每路 DMA 通道可配置为将数据从双端口 DMA RAM 缓冲区复制到外设 SFR 中，或从外设 SFR 复制到 DMA RAM 缓冲区中。

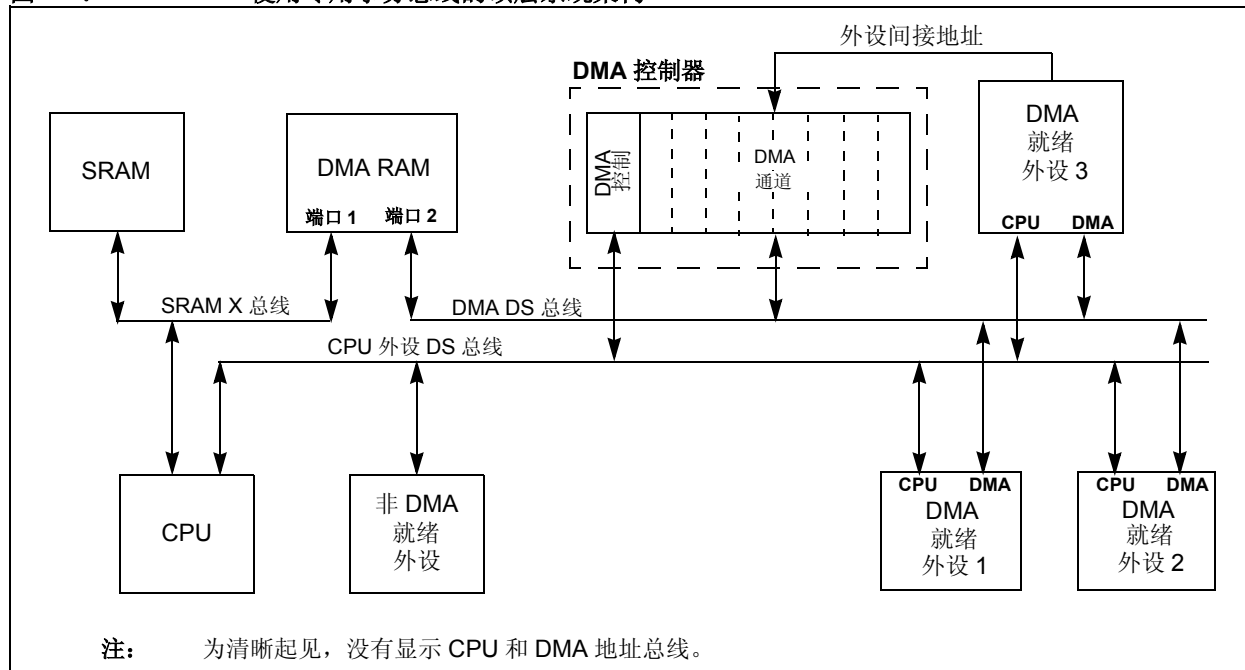
DMA 控制器支持以下功能：

- 8 路 DMA 通道
- 带后递增的寄存器间接寻址模式
- 不带后递增的寄存器间接寻址模式
- 外设间接寻址模式（外设生成目标地址）
- 在传输完一半或整个数据块后的 CPU 中断

- 字节或字传输
- 固定优先级通道仲裁
- 手动（软件）或自动（外设 DMA 请求）启动传输
- 单数据块或自动重复数据块传输模式
- “乒乓”（Ping-Pong）模式（每个数据块传输完成后，在两个 DPSRAM 起始地址之间进行自动切换）
- 每路通道的 DMA 请求可以从任何支持的中断源选择
- 调试支持功能

对于每路 DMA 通道，在传输完每块数据后产生一个 DMA 中断请求。也可在填充完整块数据的一半后产生中断。

图 7-1： 使用专用事务总线的顶层系统架构



7.1 DMAC 寄存器

每路 DMAC 通道 x ($x = 0、1、2、3、4、5、6$ 或 7) 均包含以下寄存器:

- 16 位 DMA 通道控制寄存器 (DMAxCON)
- 16 位 DMA 通道 IRQ 选择寄存器 (DMAxREQ)
- 16 位 DMA RAM 主起始地址寄存器 (DMAxSTA)
- 16 位 DMA RAM 辅助起始地址寄存器 (DMAxSTB)
- 16 位 DMA 外设地址寄存器 (DMAxPAD)
- 10 位 DMA 传输计数寄存器 (DMAxCNT)

还有一对状态寄存器 DMACS0 和 DMACS1 是所有 DMAC 通道共用的。DMACS0 包含 DMA RAM 和 SFR 写冲突标志, 分别为 XWCOLx 和 PWCOLx。DMACS1 指示 DMA 通道和乒乓模式的状态。

DMAxCON、DMAxREQ、DMAxPAD 和 DMAxCNT 都是约定的读 / 写寄存器。读 DMAxSTA 或 DMAxSTB 会读取 DMA RAM 地址寄存器的内容。写 DMAxSTA 或 DMAxSTB 会将内容写入 DMA RAM 地址寄存器。这使用户可以在任何时候确定 DMA 缓冲器的指针值 (地址)。

中断标志 (DMAxIF) 位于中断控制器的 IFSx 寄存器中。对应的中断允许控制位 (DMAxIE) 位于中断控制器的 IECx 寄存器中, 对应的中断优先级控制位 (DMAxIP) 位于中断控制器的 IPCx 寄存器中。

寄存器 7-1: DMAxCON: DMA 通道 x 控制寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0
CHEN	SIZE	DIR	HALF	NULLW	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
—	—	AMODE<1:0>		—	—	MODE<1:0>	
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **CHEN:** 通道使能位
1 = 使能通道
0 = 禁止通道
- bit 14 **SIZE:** 数据传输大小位
1 = 字节
0 = 字
- bit 13 **DIR:** 传输方向位 (源 / 目标总线选择)
1 = 从 DMA RAM 地址读取, 写入外设地址
0 = 从外设地址读取, 写入 DMA RAM 地址
- bit 12 **HALF:** 数据块传输完成中断选择位
1 = 当传送了一半数据时, 发出数据块传输完成中断
0 = 当传送了所有数据时, 发出数据块传输完成中断
- bit 11 **NULLW:** 空数据外设写模式选择位
1 = 除将外设 SFR 中的数据写入 DMA RAM 外, 还将空数据写入外设 SFR (DIR 位也必须清零)
0 = 正常工作
- bit 10-6 **未实现:** 读为 0
- bit 5-4 **AMODE<1:0>:** DMA 通道工作模式选择位
11 = 保留 (作为外设间接寻址模式)
10 = 外设间接寻址模式
01 = 无后递增的寄存器间接寻址模式
00 = 带后递增的寄存器间接寻址模式
- bit 3-2 **未实现:** 读为 0
- bit 1-0 **MODE<1:0>:** DMA 通道工作模式选择位
11 = 使能单数据块乒乓模式 (与每个 DMA RAM 缓冲区之间传输一块数据)
10 = 使能连续数据块乒乓模式
01 = 禁止单数据块乒乓模式
00 = 禁止连续数据块乒乓模式

寄存器 7-2: DMAxREQ: DMA 通道 x IRQ 选择寄存器

R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
FORCE ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
—	IRQSEL6<6:0> ⁽²⁾						
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 **FORCE:** 强制 DMA 传输位 ⁽¹⁾

1 = 强制进行单次 DMA 传输 (手动模式)

0 = 自动按照 DMA 请求进行 DMA 传输

bit 14-7 **未实现:** 读为 0bit 6-0 **IRQSEL<6:0>:** DMA 外设 IRQ 编号选择位 ⁽²⁾

0000000-1111111 = 可选择作为通道 DMAREQ 的 DMAIRQ0-DMAIRQ127

注 1: FORCE 位不能被用户清零。当强制的 DMA 传输完成时, FORCE 位由硬件清零。**2:** 请参见表 6-1 获取所有中断源的 IRQ 编号的完整列表。

寄存器 7-3: DMAxSTA: DMA 通道 x RAM 起始地址寄存器 A⁽¹⁾

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
STA<15:8>							
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
STA<7:0>							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-0 **STA<15:0>**: 主 DMA RAM 起始地址位 (源地址或目标地址)

注 1: 读该地址寄存器会返回 DMA RAM 地址寄存器的当前内容, 而不是写入 STA<15:0> 的内容。如果使能了通道 (即通道处于工作状态), 写入该寄存器可能导致 DMA 通道的行为不可预测, 应该避免。

寄存器 7-4: DMAxSTB: DMA 通道 x RAM 起始地址寄存器 B⁽¹⁾

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
STB<15:8>							
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
STB<7:0>							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-0 **STB<15:0>**: 辅助 DMA RAM 起始地址位 (源地址或目标地址)

注 1: 读该地址寄存器会返回 DMA RAM 地址寄存器的当前内容, 而不是写入 STB<15:0> 的内容。如果使能了通道 (即通道处于工作状态), 写入该寄存器可能导致 DMA 通道的行为不可预测, 应该避免。

寄存器 7-5: DMAxPAD: DMA 通道 x 外设地址寄存器⁽¹⁾

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PAD<15:8>							
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PAD<7:0>							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-0 PAD<15:0>: 外设地址寄存器位

注 1: 如果使能了通道 (即通道处于工作状态), 写入该寄存器可能导致 DMA 通道的行为不可预测, 应该避免。

寄存器 7-6: DMAxCNT: DMA 通道 x 传输计数寄存器⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	—	CNT<9:8> ⁽²⁾	
bit 15						bit 8	

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CNT<7:0> ⁽²⁾							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-10 未实现: 读为 0

bit 9-0 CNT<9:0>: DMA 传输计数寄存器位⁽²⁾

注 1: 如果使能了通道 (即通道处于工作状态), 写入该寄存器可能导致 DMA 通道的行为不可预测, 应该避免。

2: DMA 传输的次数 = CNT<9:0> + 1。

寄存器 7-7: DMACS0: DMA 控制器状态寄存器 0

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
PWCOL7	PWCOL6	PWCOL5	PWCOL4	PWCOL3	PWCOL2	PWCOL1	PWCOL0
bit 15							bit 8

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
XWCOL7	XWCOL6	XWCOL5	XWCOL4	XWCOL3	XWCOL2	XWCOL1	XWCOL0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **PWCOL7:** 通道 7 外设写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 14 **PWCOL6:** 通道 6 外设写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 13 **PWCOL5:** 通道 5 外设写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 12 **PWCOL4:** 通道 4 外设写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 11 **PWCOL3:** 通道 3 外设写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 10 **PWCOL2:** 通道 2 外设写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 9 **PWCOL1:** 通道 1 外设写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 8 **PWCOL0:** 通道 0 外设写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 7 **XWCOL7:** 通道 7 DMA RAM 写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 6 **XWCOL6:** 通道 6 DMA RAM 写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 5 **XWCOL5:** 通道 5 DMA RAM 写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突
- bit 4 **XWCOL4:** 通道 4 DMA RAM 写冲突标志位
1 = 检测到写冲突
0 = 未检测到写冲突

寄存器 7-7: DMACS0: DMA 控制器状态寄存器 0 (续)

bit 3	XWCOL3: 通道 3 DMA RAM 写冲突标志位 1 = 检测到写冲突 0 = 未检测到写冲突
bit 2	XWCOL2: 通道 2 DMA RAM 写冲突标志位 1 = 检测到写冲突 0 = 未检测到写冲突
bit 1	XWCOL1: 通道 1 DMA RAM 写冲突标志位 1 = 检测到写冲突 0 = 未检测到写冲突
bit 0	XWCOL0: 通道 0 DMA RAM 写冲突标志位 1 = 检测到写冲突 0 = 未检测到写冲突

寄存器 7-8: **DMACS1: DMA 控制器状态寄存器 1**

U-0	U-0	U-0	U-0	R-1	R-1	R-1	R-1
—	—	—	—	LSTCH<3:0>			
bit 15							bit 8

R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
PPST7	PPST6	PPST5	PPST4	PPST3	PPST2	PPST1	PPST0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-12 **未实现:** 读为 0

bit 11-8 **LSTCH<3:0>:** 上一次工作的 DMA 通道位
 1111 = 自系统复位以来没有发生 DMA 传输
 1110-1000 = 保留
 0111 = 上次数据传输是通过 DMA 通道 7 进行的
 0110 = 上次数据传输是通过 DMA 通道 6 进行的
 0101 = 上次数据传输是通过 DMA 通道 5 进行的
 0100 = 上次数据传输是通过 DMA 通道 4 进行的
 0011 = 上次数据传输是通过 DMA 通道 3 进行的
 0010 = 上次数据传输是通过 DMA 通道 2 进行的
 0001 = 上次数据传输是通过 DMA 通道 1 进行的
 0000 = 上次数据传输是通过 DMA 通道 0 进行的

bit 7 **PPST7:** 通道 7 乒乓模式状态标志位
 1 = 选择 DMA7STB 寄存器
 0 = 选择 DMA7STA 寄存器

bit 6 **PPST6:** 通道 6 乒乓模式状态标志位
 1 = 选择 DMA6STB 寄存器
 0 = 选择 DMA6STA 寄存器

bit 5 **PPST5:** 通道 5 乒乓模式状态标志位
 1 = 选择 DMA5STB 寄存器
 0 = 选择 DMA5STA 寄存器

bit 4 **PPST4:** 通道 4 乒乓模式状态标志位
 1 = 选择 DMA4STB 寄存器
 0 = 选择 DMA4STA 寄存器

bit 3 **PPST3:** 通道 3 乒乓模式状态标志位
 1 = 选择 DMA3STB 寄存器
 0 = 选择 DMA3STA 寄存器

bit 2 **PPST2:** 通道 2 乒乓模式状态标志位
 1 = 选择 DMA2STB 寄存器
 0 = 选择 DMA2STA 寄存器

bit 1 **PPST1:** 通道 1 乒乓模式状态标志位
 1 = 选择 DMA1STB 寄存器
 0 = 选择 DMA1STA 寄存器

bit 0 **PPST0:** 通道 0 乒乓模式状态标志位
 1 = 选择 DMA0STB 寄存器
 0 = 选择 DMA0STA 寄存器

寄存器 7-9: **DSADR: 最近的 DMA RAM 地址**

R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
DSADR<15:8>							
bit 15				bit 8			
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
DSADR<7:0>							
bit 7				bit 0			
图注:							
R = 可读位		W = 可写位		U = 未实现位，读为 0			
-n = POR 时的值		1 = 置 1		0 = 清零		x = 未知	

bit 15-0 **DSADR<15:0>**: DMA 控制器最近访问的 DMA RAM 地址位

注:

8.0 振荡器配置

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 7 章 振荡器”（DS70186A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

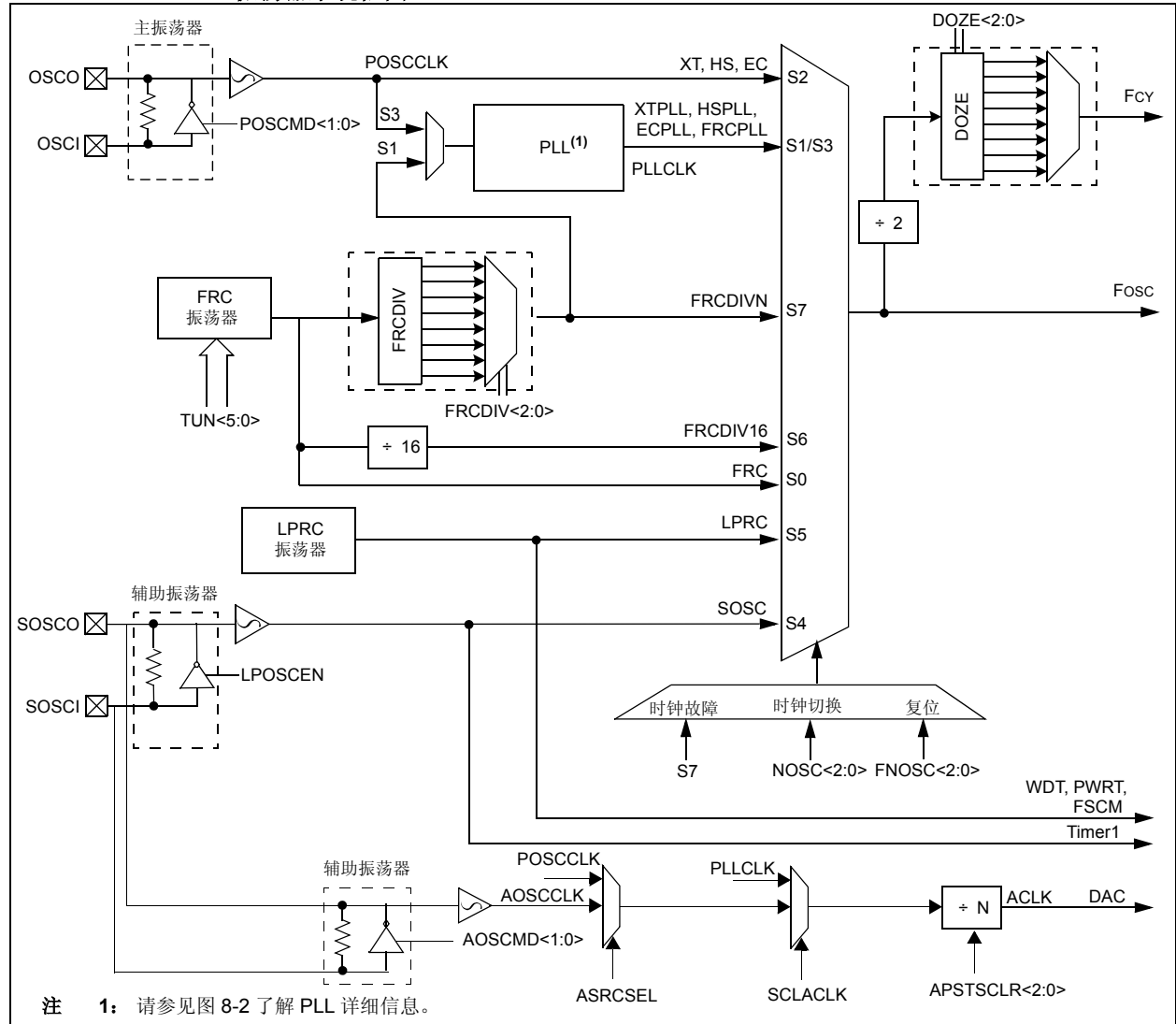
dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 振荡器系统提供：

- 可选择多种外部和内部振荡器作为时钟源

- 片上锁相环（PLL）可将内部工作频率调整为所要求系统时钟频率
- 内部 FRC 振荡器也可使用 PLL，因此允许在没有任何外部时钟产生硬件的情况下全速工作
- 不同时钟源之间的时钟切换
- 可节省系统功耗的可编程时钟后分频器
- 故障保护时钟监视器（FSCM），可检测时钟故障并采取故障保护措施
- 一个时钟控制寄存器（OSCCON）
- 用于主振荡器选择的非易失性配置位
- 一个用于音频 DAC 的辅助晶振

图 8-1 给出了振荡器系统的简化框图。

图 8-1: dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 振荡器系统框图



8.1 CPU 时钟系统

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件提供 7 种系统时钟选择：

- 快速 RC（FRC）振荡器
- 带锁相环（PLL）的 FRC 振荡器
- 主（XT、HS 或 EC）振荡器
- 带 PLL 的主振荡器
- 辅助（LP）振荡器
- 低功耗 RC（LPRC）振荡器
- 带后分频器的 FRC 振荡器

8.1.1 系统时钟源

快速 RC（FRC）内部振荡器工作频率的标称值为 7.37 MHz。用户软件可以调节 FRC 频率。用户软件能够通过有选择地指定 FRC 时钟的分频比（从 1:2 至 1:256）。使用 FRCDIV<2:0>（CLKDIV<10:8>）位来选择该分频比。

主振荡器能以下列任一时钟作为其时钟源：

- 晶振（XT）：3 MHz 至 10 MHz 范围内的晶振和陶瓷谐振器。晶振连接在 OSC1 和 OSC2 引脚之间。
- 高速晶振（HS）：10 MHz 至 40 MHz 范围内的晶振。晶振连接在 OSC1 和 OSC2 引脚之间。
- 外部时钟（EC）：外部时钟信号直接施加到 OSC1 引脚。

辅助（LP）振荡器是为低功耗运行而设计的，它使用 32.768 kHz 晶振或陶瓷谐振器。LP 振荡器使用 SOSC1 和 SOSC0 引脚。

低功耗 RC（LPRC）内部振荡器工作频率的标称值为 32.768 kHz。它也可以用作看门狗定时器（WDT）和故障保护时钟监视器（FSCM）的参考时钟。

可选择将 FRC 和主振荡器产生的时钟信号加到片上 PLL，为器件工作提供宽范围的输出频率。PLL 配置如第 8.1.4 节“PLL 配置”中所述。

8.1.2 系统时钟选择

通过设置配置位可选择器件发生上电复位事件时使用的振荡器源。振荡器配置位设置位于程序存储器的配置寄存器中。（更多详细信息，请参见第 26.1 节“配置位”。）初始振荡器选择配置位 FNOSC<2:0>（FOSCSEL<2:0>）和主振荡器模式选择配置位 POSCMD<1:0>（FOSC<1:0>）选择在上电复位时使用的振荡器源。FRC 主振荡器是默认的（未编程的）选择。

配置位允许用户在 12 种不同的时钟模式之间进行选择，如表 8-1 所示。

振荡器的输出（或当选择了 PLL 模式时 PLL 的输出）Fosc 被 2 分频以产生器件指令时钟（Fcy）。Fcy 定义器件的工作速度，dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 架构可支持最高 40 MHz 的工作速度。

指令执行速度或器件工作频率 Fcy 由以下公式计算：

公式 8-1： 器件工作频率

$$F_{CY} = F_{OSC}/2$$

8.1.3 辅助振荡器

辅助振荡器（AOSC）可以用于需要在与系统时钟无关的频率下工作的外设，例如数模转换器（DAC）。

辅助振荡器能以下列任一时钟作为其时钟源：

晶振（XT）：3 MHz 至 10 MHz 范围内的晶振和陶瓷谐振器。晶振连接在 SOSC1 和 SOSC0 引脚之间。

高速晶振（HS）：10 至 40 MHz 范围内的晶振。晶振连接在 SOSC1 和 SOSC0 引脚之间。

外部时钟（EC）：外部时钟信号的频率最高为 64 MHz。外部时钟信号直接施加到 SOSC1 引脚。

8.1.4 PLL 配置

主振荡器和内部 FRC 振荡器能有选择地使用片上 PLL 来获取更高的工作速度。PLL 在选择器件工作速度方面提供很大的灵活性。图 8-2 给出了 PLL 的框图。

以 F_{IN} 表示的主振荡器或 FRC 的输出在提供给 PLL 的压控振荡器 (Voltage Controlled Oscillator, VCO) 之前被预分频因子 ($N1$) 2、3、... 或 33 分频。VCO 的输入必须在 0.8 MHz 到 8 MHz 的范围内进行选择。使用 $PLLPRE<4:0>$ 位 ($CLKDIV<4:0>$) 来选择预分频因子 “ $N1$ ”。

可由 $PLLDIV<8:0>$ 位 ($PLLFBD<8:0>$) 选择 PLL 反馈倍频比, 这些位提供可使 VCO 的输入倍频的因子 “ M ”。必须选择该因子以使产生的 VCO 输出频率在 100 MHz 到 200 MHz 范围内。

VCO 输出进一步被后分频因子 “ $N2$ ” 分频。使用 $PLLPOST<1:0>$ 位 ($CLKDIV<7:6>$) 来选择该因子。“ $N2$ ” 可以是 2、4 或 8, 必须选择该因子, 以使 PLL 输出频率 (F_{osc}) 在 12.5 MHz 到 80 MHz 范围内, 以产生 6.25-40 MIPS 的器件工作速度。

对于主振荡器或 FRC 振荡器, 输出为 F_{IN} , 则 PLL 的输出 F_{osc} 由以下公式计算:

公式 8-2: F_{osc} 计算

$$F_{osc} = F_{IN} \cdot \left(\frac{M}{N1 \cdot N2} \right)$$

例如, 假设正在使用 10 MHz 晶振, “带 PLL 的 XT” 为所选的振荡器模式。

- 如果 $PLLPRE<4:0> = 0$, 那么 $N1 = 2$ 。这将产生频率为 $10/2 = 5$ MHz 的 VCO 输入, 这一频率在 0.8-8 MHz 的可接受范围内。
- 如果 $PLLDIV<8:0> = 0x1E$, 那么 $M = 32$ 。这将产生频率为 $5 \times 32 = 160$ MHz 的 VCO 输出, 这一频率在所需的 100-200 MHz 范围内。
- 如果 $PLLPOST<1:0> = 0$, 那么 $N2 = 2$ 。这提供 $160/2 = 80$ MHz 的 F_{osc} 。产生的器件工作速度是 $80/2 = 40$ MIPS。

公式 8-3: 带 PLL 的 XT 模式示例

$$F_{CY} = \frac{F_{osc}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{10000000 \cdot 32}{2 \cdot 2} \right) = 40 \text{ MIPS}$$

图 8-2: dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 PLL 框图

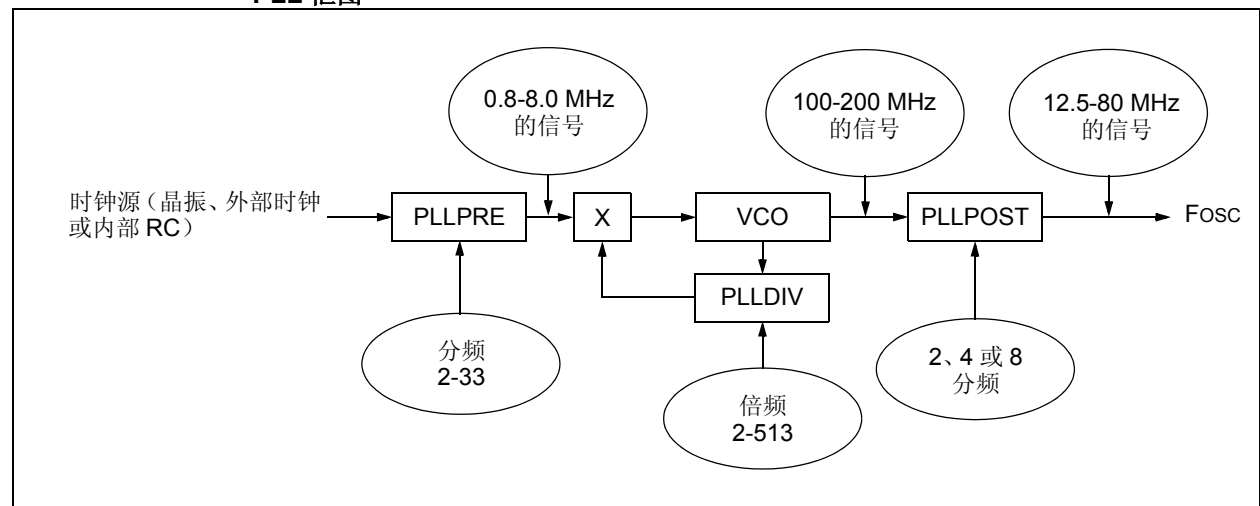


表 8-1: 时钟选择的配置位值

振荡器模式	振荡器源	POSCMD<1:0>	FNOSC<2:0>	注
带 N 分频的快速 RC 振荡器 (FRCDIVN)	内部	xx	111	1, 2
带 16 分频的快速 RC 振荡器 (FRCDIV16)	内部	xx	110	1
低功耗 RC 振荡器 (LPRC)	内部	xx	101	1
辅助 (Timer1) 振荡器 (SOSC)	辅助	xx	100	1
带 PLL 的主振荡器 (HS) (HSPLL)	主	10	011	
带 PLL 的主振荡器 (XT) (XTPLL)	主	01	011	
带 PLL 的主振荡器 (EC) (ECPLL)	主	00	011	1
主振荡器 (HS)	主	10	010	
主振荡器 (XT)	主	01	010	
主振荡器 (EC)	主	00	010	1
带 PLL 的快速 RC 振荡器 (FRCPLL)	内部	xx	001	1
快速 RC 振荡器 (FRC)	内部	xx	000	1

注 1: OSC2 引脚功能由 OSCIOFNC 配置位决定。

2: 对于未编程 (已擦除) 器件, 这是默认的振荡器模式。

寄存器 8-1: OSCCON: 振荡器控制寄存器

U-0	R-0	R-0	R-0	U-0	R/W-y	R/W-y	R/W-y
—	COSC<2:0>			—	NOSC<2:0>		
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R-0	U-0	R/C-0	U-0	R/W-0	R/W-0
CLKLOCK	IOLOCK	LOCK	—	CF	—	LPOSCEN	OSWEN
bit 7				bit 0			

图注: y = 在 POR 时由配置位设置的值
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0

bit 14-12 **COSC<2:0>**: 当前振荡器选择位 (只读)
000 = 快速 RC 振荡器 (FRC)
001 = 带 PLL 的快速 RC 振荡器 (FRC)
010 = 主振荡器 (XT、HS 和 EC)
011 = 带 PLL 的主振荡器 (XT、HS 和 EC)
100 = 辅助振荡器 (SOSC)
101 = 低功耗 RC 振荡器 (LPRC)
110 = 带 16 分频的快速 RC 振荡器 (FRC)
111 = 带 n 分频的快速 RC 振荡器 (FRC)

bit 11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **NOSC<2:0>**: 新振荡器选择位
000 = 快速 RC 振荡器 (FRC)
001 = 带 PLL 的快速 RC 振荡器 (FRC)
010 = 主振荡器 (XT、HS 和 EC)
011 = 带 PLL 的主振荡器 (XT、HS 和 EC)
100 = 辅助振荡器 (SOSC)
101 = 低功耗 RC 振荡器 (LPRC)
110 = 带 16 分频的快速 RC 振荡器 (FRC)
111 = 带 n 分频的快速 RC 振荡器 (FRC)

bit 7 **CLKLOCK**: 时钟锁定使能位
如果时钟切换被使能且 FSCM 被禁止 (FOSC<FCKSM> = 0b01)
1 = 时钟切换被禁止, 系统时钟源被锁定
0 = 时钟切换被使能, 系统时钟源可被时钟切换更改

bit 6 **IOLOCK**: 外设引脚选择锁定位
1 = 外设引脚选择被锁定, 不允许写入外设引脚选择寄存器
0 = 外设引脚选择未锁定, 允许写入外设引脚选择寄存器

bit 5 **LOCK**: PLL 锁定状态位 (只读)
1 = 表示 PLL 处于锁定状态, 或 PLL 起振定时器延时结束
0 = 表示 PLL 处于失锁状态, 起振定时器在运行或 PLL 被禁止

bit 4 未实现: 读为 0

bit 3 **CF**: 时钟故障检测位 (由应用程序读 / 清零)
1 = FSCM 检测到时钟故障
0 = FSCM 未检测到时钟故障

bit 2 未实现: 读为 0

寄存器 8-1: OSCCON: 振荡器控制寄存器 (续)

bit 1 **LPOSCEN:** 辅助 (LP) 振荡器使能位
1 = 使能辅助振荡器
0 = 禁止辅助振荡器

bit 0 **OSWEN:** 振荡器切换使能位
1 = 请求切换到由 NOSC<2:0> 位指定的振荡器
0 = 振荡器切换完成

寄存器 8-2: CLKDIV: 时钟分频比寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
ROI	DOZE<2:0>			DOZEN ⁽¹⁾	FRCDIV<2:0>		
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-1	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PLLPOST<1:0>		—	PLLPRE<4:0>				
bit 7							bit 0

图注: y = 在 POR 时由配置位设置的值
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 15 **ROI:** 中断恢复位
1 = 中断将清零 DOZEN 位, 并且处理器时钟 / 外设时钟比被设置为 1:1
0 = 中断对 DOZEN 位无影响
- bit 14-12 **DOZE<2:0>:** 处理器时钟分频比选择位
000 = Fcy/1
001 = Fcy/2
010 = Fcy/4
011 = Fcy/8 (默认)
100 = Fcy/16
101 = Fcy/32
110 = Fcy/64
111 = Fcy/128
- bit 11 **DOZEN:** DOZE 模式使能位 ⁽¹⁾
1 = DOZE<2:0> 位域指定外设时钟和处理器时钟频率之间的比值
0 = 处理器时钟 / 外设时钟频率比强制为 1:1
- bit 10-8 **FRCDIV<2:0>:** 内部快速 RC 振荡器后分频比位
000 = FRC 1 分频 (默认)
001 = FRC 2 分频
010 = FRC 4 分频
011 = FRC 8 分频
100 = FRC 16 分频
101 = FRC 32 分频
110 = FRC 64 分频
111 = FRC 256 分频
- bit 7-6 **PLLPOST<1:0>:** PLL VCO 输出分频比选择位 (也表示为 “N2”, PLL 后分频比)
00 = 输出 /2
01 = 输出 /4 (默认)
10 = 保留
11 = 输出 /8
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4-0 **PLLPRE<4:0>:** PLL 相位检测器输入分频比位 (也表示为 “N1”, PLL 预分频比)
00000 = 输入 /2 (默认)
00001 = 输入 /3
.
.
.
11111 = 输入 /33

注 1: 该位在 ROI 位置 1 和发生中断时清零。

寄存器 8-3: PLLFBD: PLL 反馈倍频比寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0
—	—	—	—	—	—	—	PLLDIV<8>
bit 15							bit 8
R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PLLDIV<7:0>							
bit 7							bit 0

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15-9

未实现: 读为 0

bit 8-0

PLLDIV<8:0>: PLL 反馈倍频比位 (也表示为 “M”, PLL 倍频比)

000000000 = 2

000000001 = 3

000000010 = 4

•

•

•

000110000 = 50 (默认)

•

•

•

111111111 = 513

寄存器 8-4: OSCTUN: FRC 振荡器调节寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	TUN<5:0>					
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-6 未实现: 读为 0

bit 5-0 TUN<5:0>: FRC 振荡器调节位

011111 = 中心频率 + 11.625% (8.23 MHz)

011110 = 中心频率 + 11.25% (8.20 MHz)

.

.

.

000001 = 中心频率 + 0.375% (7.40 MHz)

000000 = 中心频率 (标称值 7.37 MHz)

111111 = 中心频率 - 0.375% (7.345 MHz)

.

.

.

100001 = 中心频率 - 11.625% (6.52 MHz)

100000 = 中心频率 - 12% (6.49 MHz)

寄存器 8-5: ACLKCON: 辅助控制寄存器

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	SELACLK	AOSCMD<1:0>	APSTSCLR<2:0>			
bit 15							bit 8

R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
ASRCSEL	—	—	—	—	—	—	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-14 未实现: 读为 0

bit 13 **SELACLK:** 为辅助时钟分频器选择辅助时钟源
 1 = 辅助振荡器为辅助时钟分频器提供时钟源
 0 = 带 PLL 的 FRC 为辅助时钟分频器提供时钟源

bit 12-11 **AOSCMD<1:0>:** 辅助振荡器模式
 11 = EC 外部时钟模式选择
 10 = XT 振荡器模式选择
 01 = HS 振荡器模式选择
 00 = 禁止辅助振荡器

bit 10-8 **APSTSCLR<2:0>:** 辅助时钟输出分频器
 111 = 1 分频
 110 = 2 分频
 101 = 4 分频
 100 = 8 分频
 111 = 16 分频
 010 = 32 分频
 011 = 64 分频
 000 = 256 分频 (默认)

bit 7 **ASRCSEL:** 为辅助时钟选择参考时钟源
 1 = 主振荡器是时钟源
 0 = 辅助振荡器是时钟源

bit 6-0 未实现: 读为 0

8.2 时钟切换工作原理

在软件控制下，应用可以在任何时候在四个时钟源（主振荡器、LP、FRC 和 LPRC）之间自由切换。为限制这种灵活性可能产生的影响，dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件的时钟切换过程带有安全锁定。

注： 主振荡器模式有三种不同的子模式（XT、HS 和 EC），它们由 POSCMD<1:0> 配置位决定。在应用中可以用软件实现从主振荡器模式切换到其他模式，或从其他模式切换到主振荡器模式，但不能在不对器件进行再编程的情况下在主振荡器模式的不同子模式之间进行切换。

8.2.1 使能时钟切换

要使能时钟切换，配置寄存器中的 FCKSM1 配置位必须编程为 0。（更多详细信息，请参见第 26.1 节“配置位”。）如果 FCKSM1 配置位未被编程（为 1），则时钟切换功能和故障保护监视器功能被禁止。这是默认设置。

当时钟切换被禁止时，NOSC 控制位（OSCCON<10:8>）不控制时钟选择。但是，COSC 位（OSCCON<14:12>）反映由 FNOSC 配置位选择的时钟源。

在时钟切换被禁止时，OSWEN 控制位（OSCCON<0>）无效。它总是保持为 0。

8.2.2 振荡器切换过程

执行时钟切换需要以下基本过程：

1. 根据需要读 COSC 位（OSCCON<14:12>）以确定当前的振荡器源。
2. 执行解锁序列以允许写入 OSCCON 寄存器的高字节。
3. 将适当的值写入新振荡器源的 NOSC 控制位（OSCCON<10:8>）。
4. 执行解锁序列以允许写入 OSCCON 寄存器的低字节。
5. 将 OSWEN 位（OSCCON<0>）置 1 以启动振荡器切换。

一旦基本过程完成，系统时钟硬件将自动进行如下响应：

1. 时钟切换硬件将 NOSC 控制位的新值与 COSC 状态位进行比较。如果它们相同，则时钟切换是多余的操作。在这种情况下，OSWEN 位自动清零，时钟切换中止。
2. 如果启动了有效的时钟切换，则 LOCK（OSCCON<5>）和 CF（OSCCON<3>）状态位清零。
3. 如果新振荡器现在不在运行，则硬件会将它开启。如果开启的是晶振，则硬件将等待直到振荡器起振定时器（OST）超时。如果新的振荡器源使用 PLL，则硬件将等待直到检测到 PLL 锁定（LOCK = 1）。
4. 硬件会等待新时钟源的 10 个时钟周期，然后执行时钟切换。
5. 硬件清零 OSWEN 位表示时钟转换成功。此外，NOSC 位的值被传送到 COSC 状态位。
6. 此时旧时钟源被关闭，LPRC（如果 WDT 或 FSCM 被使能）或 LP（如果 LPOSCEN 保持置 1）除外。

注 1： 在整个时钟切换过程中，处理器将继续执行代码。对时序敏感的代码不应在此时执行。

2： 不允许直接在使能 PLL 的任何主振荡器模式和 FRCPLL 之间进行时钟切换。这适用于任何方向下的时钟切换。在这些情况下，应用必须首先切换到 FRC 模式将其作为两个 PLL 模式之间的过渡时钟源。

8.3 故障保护时钟监视器（FSCM）

故障保护时钟监视器（FSCM）允许器件在即使振荡器发生故障的情况下仍能继续运行。通过编程使能 FSCM 功能。如果使能了 FSCM 功能，LPRC 内部振荡器将总是运行（休眠模式除外），并且不受看门狗定时器的控制。

在发生振荡器故障时，FSCM 会产生时钟故障陷阱事件，并将系统时钟切换到 FRC 振荡器。然后应用程序可尝试重新启动振荡器或执行受控关闭。通过简单地将复位地址装入振荡器故障陷阱向量，可将陷阱作为一个热复位来处理。

如果使用 PLL 倍频器来对系统时钟倍频，则时钟发生故障时内部 FRC 也会被以相同的倍频比倍频。时钟发生故障时器件会切换到带 PLL 的 FRC。

注:

9.0 节能特性

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 9 章 看门狗定时器和节能模式”（DS70196A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件提供了管理功耗的功能，该功能是通过有选择地管理 CPU 和外设的时钟源来实现的。一般而言，较低的时钟频率和减少时钟源驱动电路的数目会使功耗降低。dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件用以下四种方法管理功耗：

- 时钟频率
- 基于指令的休眠模式和空闲模式
- 软件控制的打盹模式
- 用软件有选择地进行外设控制

可以组合使用这些方法从而在保证关键应用特性（如对于时序敏感的通信）的情况下有选择地调节应用的功耗。

9.1 时钟频率和时钟切换

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件提供的时钟频率范围较大，用户可根据应用需要进行选择。如果未锁定系统时钟配置，用户只需更改 NOSC 位（OSCCON<10:8>）即可选择低功耗或高精度振荡器。在工作期间更改系统时钟的过程以及相应的限制，将在第 8.0 节“振荡器配置”中进行更详细的讨论。

9.2 基于指令的节能模式

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件有两种特殊的节能模式，通过执行特殊的 PWRSAV 指令可以进入这两种模式。休眠模式下时钟停止工作并停止所有代码执行；空闲模式下 CPU 停止工作并停止代码执行，但是允许外设模块继续工作。例 9-1 中所示为 PWRSAV 指令的汇编语法。

注： SLEEP_MODE 和 IDLE_MODE 是在所选器件的汇编头文件中定义的常量。

在被允许的中断产生、WDT 超时或器件复位时，器件会退出休眠和空闲模式。器件退出这两种模式的过程称为“唤醒”。

9.2.1 休眠模式

休眠模式具有下列特征：

- 系统时钟源关闭。如果使用了片上振荡器，也要关闭它。
- 如果 I/O 引脚没有拉电流，则器件电流消耗将降至最低。
- 由于系统时钟源被禁止，所以故障保护时钟监视器在休眠模式下不工作。
- 如果 WDT 被使能，则 LPRC 时钟在休眠模式下将继续运行。
- 如果 WDT 被使能，则在进入休眠模式之前自动清零。
- 有些器件功能或外设能在休眠模式下继续工作，包括 I/O 端口上的输入电平变化通知功能或使用外部时钟输入的外设等。
- 任何需要使用系统时钟源来工作的外设将在休眠模式下将被禁止。

当发生以下任何事件时，器件将从休眠模式唤醒：

- 产生任何被单独允许的中断
- 任何形式的器件复位
- WDT 超时

从休眠模式唤醒时，处理器将使用在进入休眠模式时处于工作状态的时钟源重新开始工作。

例 9-1: PWRSAV 指令语法

```
PWRSAV #SLEEP_MODE ; Put the device into SLEEP mode
PWRSAV #IDLE_MODE ; Put the device into IDLE mode
```

9.2.2 空闲模式

空闲模式具有下列特征：

- CPU 将停止执行指令。
- WDT 被自动清零。
- 系统时钟源保持工作状态。默认情况下，所有外设模块将继续使用系统时钟源正常工作，也可以有选择地禁止它们（见第 9.4 节“外设模块禁止”）。
- 如果 WDT 或 FSCM 被使能，则 LPRC 也将保持工作状态。

当发生以下任何事件时，器件将从空闲模式唤醒：

- 产生任何被单独允许的中断
- 任何器件复位
- WDT 超时

从空闲模式唤醒时，重新为 CPU 提供时钟，且立即从 PWRSAV 指令之后的下一条指令或 ISR 中的第一条指令开始执行程序。

9.2.3 在节能指令执行期间的中断

在 PWRSAV 指令执行期间发生的中断都将延迟到进入休眠或空闲模式后才产生，并导致器件从休眠或空闲模式中唤醒。

9.3 打盹模式

通常，更改时钟速度和进入某种节能模式是降低功耗的首选策略。然而，有些情况下不可行。例如，某些应用可能必须保持不间断的同步通信，即便在它不执行任何其他操作时也不例外。降低系统时钟速度可能会带来通信错误，而使用节能模式可能会完全终止通信。

打盹模式是另一种简单有效的节能方法，它可以在器件仍然执行代码的情况下降低功耗。在此模式下，系统时钟以相同的时钟源和相同的速度继续工作。外设模块时钟速度保持不变，但 CPU 时钟的速度降低了。保持这两个时钟域同步，可以保持外设访问 SFR 的能力，同时 CPU 以较慢的速度执行代码。

通过将 DOZEN 位 (CLKDIV<11>) 置 1 使能打盹模式。外设与内核的时钟速度之比是由 DOZE<2:0> 位 (CLKDIV<14:12>) 决定的。有八种可能的配置，从 1:1 到 1:128，其中 1:1 是默认设置。

在事件驱动的应用中，使用打盹模式有选择地降低功耗是可行的。这样就可以实现不间断地运行对时序要求高的功能（如同步通信），而 CPU 保持空闲等待事件调用中断服务程序。通过将 ROI 位 (CLKDIV<15>) 置 1，可以使器件在产生中断时自动返回到全速 CPU 工作模式。默认情况下，中断事件对打盹模式工作没有影响。

例如，假设器件的工作速度为 20 MIPS，并根据这一速度将 ECAN 模块的速度配置为 500 kbps。如果现在将器件置于时钟频率比为 1:4 的打盹模式下，那么 ECAN 模块将继续按要求的 500 kbps 比特率通信，而 CPU 则以 5 MIPS 的速度开始执行指令。

9.4 外设模块禁止

外设模块禁止 (Peripheral Module Disable, PMD) 寄存器通过停止所有提供给模块的时钟源提供一种禁止外设模块的方法。当通过相应的 PMD 控制位禁止外设时，外设就进入了功耗最低的状态。与外设相关的控制寄存器和状态寄存器也被禁止，因此写入那些寄存器不会有影响，且读取值无效。

只有在 PMD 寄存器中的相应位被清零且特定的 dsPIC® DSC 器件支持某个外设时，才会使能相应的外设模块。如果外设包含在器件中，则默认情况下，它在 PMD 寄存器中是使能的。

注： 如果 PMD 位置 1，则对应的模块将在一个指令周期的延时后被禁止。类似地，如果 PMD 位清零，则对应的模块将在一个指令周期的延时后被使能（假设已将模块控制寄存器配置为使能模块的工作）。

10.0 I/O 端口

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 10 章 I/O 端口”（DS70193A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

所有器件引脚（VDD、VSS、MCLR 和 OSC1/CLKI 除外）均由外设和并行 I/O 端口共用。所有 I/O 输入端口都为施密特触发器输入，提高了抗噪声能力。

10.1 并行 I/O（PIO）端口

通常，与某个外设共用一个引脚的并行 I/O 端口总是服从于该外设。外设的输出缓冲器数据和控制信号提供给一对多路开关。这对多路开关用于选择 I/O 引脚的输出数据和控制信号是用于外设还是相应的端口。该逻辑电路同时会阻止“环回进入”（loop through），即一个

端口的数字输出可以驱动共用同一个引脚的外设输入。图 10-1 显示了端口是如何与其他外设复用的以及相关的 I/O 引脚。

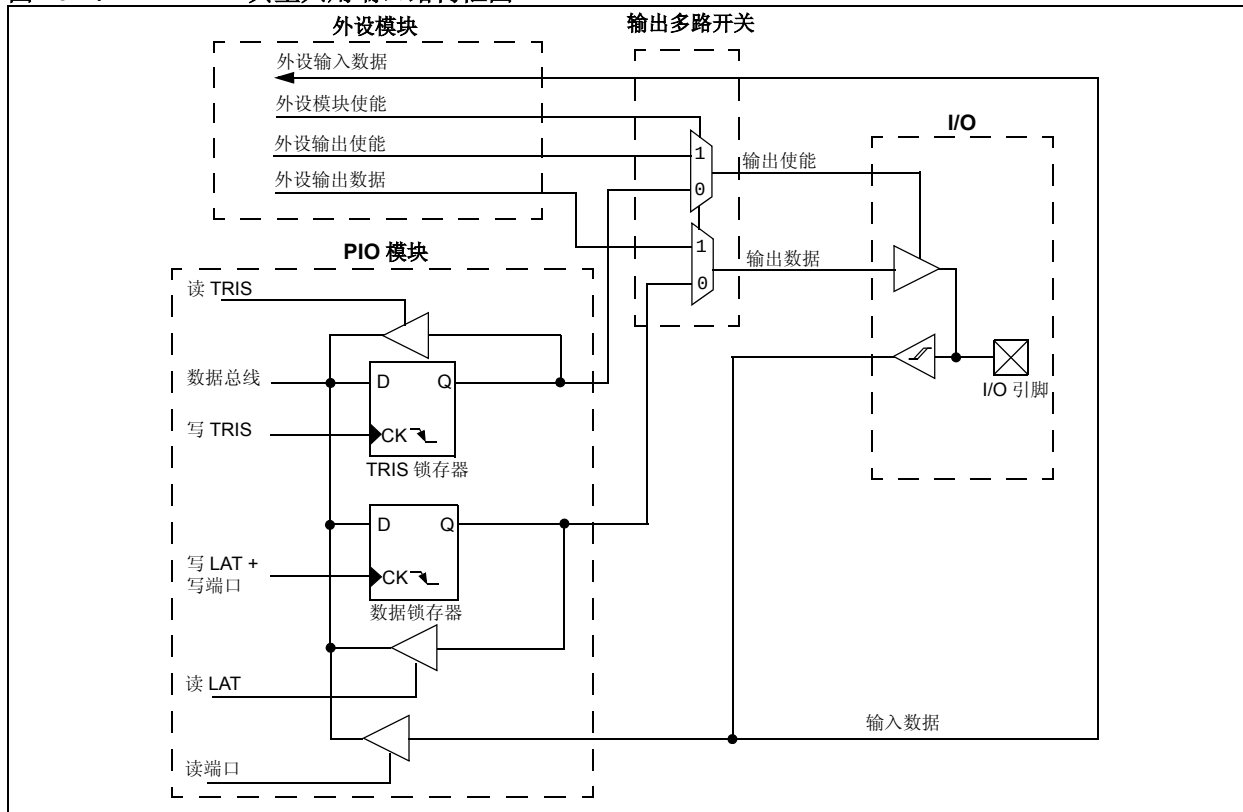
如果外设使能，并且正在驱动相关引脚时，该引脚将不再作为通用输出引脚。可以读该 I/O 引脚，但并行端口位的输出驱动器将被禁止。如果使能某外设但没有驱动引脚时，则该引脚可由端口驱动。

所有端口引脚都有 3 个寄存器与端口引脚作为数字 I/O 时的工作直接相关。数据方向寄存器（TRISx）决定引脚是输入还是输出。如果数据方向位为 1，则引脚是输入。复位后，所有端口引脚均定义为输入。读锁存器（LATx）时，读到的是锁存器中的值；写锁存器时，写入的是锁存器。读端口（PORTx）时，读到的是端口引脚的值；而写端口引脚时，写入的是锁存器。

对于特定器件无效的任何位及其相关的数据和控制寄存器都将被禁止。这意味着对应的 LATx 和 TRISx 寄存器以及端口引脚都将读为零。

当端口引脚与另一个外设共用或与定义为仅输入的功能共用时，它将被视为专用端口，因为没有任何其他竞争的输出源。

图 10-1: 典型共用端口结构框图



10.1.1 漏极开路配置

除 PORT、LAT 和 TRIS 寄存器用于数据控制外，某些端口引脚也可被单独地配置为数字输出或漏极开路输出。这是由与每个端口相关的漏极开路控制寄存器 ODCx 控制的，将其中的任何位置 1 即可将相应的引脚配置为漏极开路输出。

这种漏极开路特性允许通过使用外部上拉电阻，在所需的任意仅用作数字功能的引脚上产生高于 VDD（如 5V）的输出电平。允许的最大开漏电压与最大VIH规范相同。

某些 I/O 引脚可能具有内部模拟功能，器件的引脚图中并不会显示这些功能。这些引脚必须被看作模拟引脚。表 10-2 例出了所有可用的引脚及其功能。

表 10-1: 可用的 I/O 引脚及其功能

I/O 引脚	仅可用作数字功能 / 允许 5V 电压	I/O 引脚	仅可用作数字功能 / 允许 5V 电压
RA0	无	RB9	有
RA1	无	RB10	有
RA2	无	RB11	有
RA3	无	RB12	无
RA4	无	RB13	无
RA7	有	RB14	无
RA8	有	RB15	无
RA9	有	RC0	无
RA10	有	RC1	无
RB0	无	RC2	无
RB1	无	RC3	有
RB2	无	RC4	有
RB3	无	RC5	有
RB4	无	RC6	有
RB5	有	RC7	有
RB6	有	RC8	有
RB7	有	RC9	有
RB8	有		

10.2 配置模拟端口引脚

AD1PCFGL 和 TRIS 寄存器用于控制模数（Analog-to-Digital, A/D）端口引脚的操作。如果要将端口引脚用作模拟输入，则对应的 TRIS 位必须置 1（输入）。如果将 TRIS 位清零（输出），则数字输出电平（VOH 或 VOL）将被转换。

当读取端口寄存器时，所有配置为模拟输入通道的引脚均读为零（低电平）。

配置为数字输入的引脚将不会对模拟输入进行转换。对于任何定义为数字输入的引脚（包括 ANx 引脚），加在引脚上的模拟电压可能导致输入缓冲器消耗的电流超出器件规范。

10.2.1 I/O 端口写 / 读时序

端口方向改变或端口写操作与同一端口的读操作之间需要一个指令周期。通常该指令是 NOP，如例 10-1 所示。

10.3 输入状态变化通知

I/O 端口的输入状态变化通知功能允许 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件在选定输入引脚的状态变化时，向处理器发出中断请求。当禁止时钟时，该特性还可在休眠模式下检测到输入状态变化。根据器件的引脚数，最多可以选择（允许）21 个外部信号（CNx 引脚）在输入状态发生变化时产生中断请求。

有 4 个与 CN 模块相关的控制寄存器。CNEN1 和 CNEN2 寄存器包含每个 CN 输入引脚的中断允许控制位。将其中任一位置 1 将允许相应引脚的 CN 中断。

每个 CN 引脚都有一个与之相连的弱上拉电路。弱上拉电路充当连接到该引脚的电流源，当连接了按钮或键盘设备时，不再需要使用外部电阻。使用包含每个 CN 引脚控制位的 CNPU1 和 CNPU2 寄存器可分别使能各个上拉电路。将任一控制位置 1 均可使能相应引脚的弱上拉功能。

注： 当端口引脚被配置为数字输出时，状态变化通知引脚的上拉电路将始终被禁止。

例 10-1: 端口写 / 读示例

```
MOV    0xFF00, W0          ; Configure PORTB<15:8> as inputs
MOV    W0, TRISB           ; and PORTB<7:0> as outputs
NOP                                ; Delay 1 cycle
btss   PORTB, #13          ; Next Instruction
```

10.4 外设引脚选择

外设引脚选择配置使得可以在较宽的 I/O 引脚范围内选择和配置外设功能部件。通过增加特定器件上可用的引脚排列选项，程序员可以让单片机更好地适合他们的整个应用，而不是通过修改应用来适应器件。

外设引脚选择配置功能在数字 I/O 引脚的固定子集下工作。程序员可以将大多数数字外设的输入和 / 或输出独立地映射到这些 I/O 引脚中的任何一个。外设引脚选择通过软件来执行，通常不需要对器件进行再编程。一旦建立外设引脚选择，就同时包含了硬件保护，以防止对外设映射的意外或错误更改。

10.4.1 可用的引脚

外设引脚选择功能可在最多26个引脚的范围内使用。可用引脚的数目取决于特定器件及其引脚数。支持外设引脚选择功能的引脚在它们的引脚全称中包含名称“RPn”，其中“RP”表示可重映射的外设，“n”是可重映射的引脚编号。

10.4.2 控制外设引脚选择

外设引脚选择功能由两组特殊功能寄存器控制：一组映射外设输入，另一组映射外设输出。因为它们是分别控制的，所以可以不受限制地将特定外设的输入和输出（如果外设具有输入和输出）放在任何可选择的功能引脚上。

外设与外设可选择引脚之间的关系用两种不同的方式进行处理，这取决于被映射的是输入还是输出。

10.4.2.1 输入映射

外设引脚选择选项的输入在外设基础上进行映射。与外设相关的控制寄存器指示要被映射的引脚。RPINRx 寄存器用来配置外设输入映射（见寄存器 10-1 到寄存器 10-16）。每个寄存器包含 5 位字段的组合，每组都与可重映射外设之一相关。用适当的 5 位值编程给定外设的位域，会将具有该值的 RPn 引脚映射到该外设。对于任何给定的器件，任何位域的值的有效范围与器件所支持的外设引脚选择的数目相对应。

图 10-2 说明了 U1RX 输入的可重映射引脚选择。

图 10-2: U1RX 的可重映射多路开关 (MUX) 输入

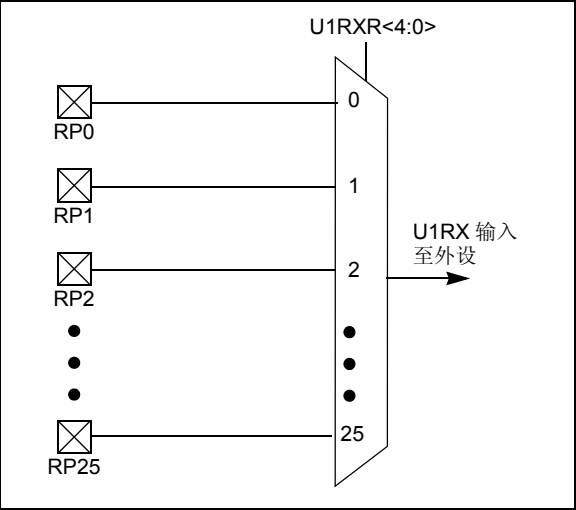


表 10-2: 可选的输入源 (将输入映射到功能) ⁽¹⁾

输入名称	功能名称	寄存器	配置位
外部中断 1	INT1	RPINR0	INT1R<4:0>
外部中断 2	INT2	RPINR1	INT2R<4:0>
Timer2 外部时钟	T2CK	RPINR3	T2CKR<4:0>
Timer3 外部时钟	T3CK	RPINR3	T3CKR<4:0>
Timer4 外部时钟	T4CK	RPINR4	T4CKR<4:0>
Timer5 外部时钟	T5CK	RPINR4	T5CKR<4:0>
输入捕捉 1	IC1	RPINR7	IC1R<4:0>
输入捕捉 2	IC2	RPINR7	IC2R<4:0>
输入捕捉 7	IC7	RPINR10	IC7R<4:0>
输入捕捉 8	IC8	RPINR10	IC8R<4:0>
输出比较故障 A	OCFA	RPINR11	OCFAR<4:0>
UART1 接收	U1RX	RPINR18	U1RXR<4:0>
UART1 允许发送	$\overline{U1CTS}$	RPINR18	U1CTSR<4:0>
UART2 接收	U2RX	RPINR19	U2RXR<4:0>
UART2 允许发送	$\overline{U2CTS}$	RPINR19	U2CTSR<4:0>
SPI1 数据输入	SDI1	RPINR20	SDI1R<4:0>
SPI1 时钟输入	SCK1	RPINR20	SCK1R<4:0>
SPI1 从选择输入	$\overline{SS1}$	RPINR21	SS1R<4:0>
SPI2 数据输入	SDI2	RPINR22	SDI2R<4:0>
SPI2 时钟输入	SCK2	RPINR22	SCK2R<4:0>
SPI2 从选择输入	$\overline{SS2}$	RPINR23	SS2R<4:0>
DCI 串行数据输入	CSDI	RPINR24	CSDIR<4:0>
DCI 串行时钟输入	CCLK	RPINR24	CCLKR<4:0>
DCI 帧同步输入	COFS	RPINR25	COFSR<4:0>
ECAN1 接收	CIRX	RPINR26	CIRXR<4:0>

注 1: 除非另外声明, 否则所有输入都使用施密特输入缓冲器。

10.4.2.2 输出映射

与输入相比，外设引脚选择选项的输出在引脚基础上进行映射。在这种情况下，与特定引脚相关的控制寄存器指示要被映射的外设输出。RPORx 寄存器用来控制输出映射。像 RPINRx 寄存器一样，每个寄存器包含 5 位位域的组合，每组都与一个 RPn 引脚相关（见寄存器 10-17 到寄存器 10-29）。位域的值与外设之一相对应，并且该外设的输出被映射到引脚（见表 10-3 和图 10-3）。

输出映射的外设列表也包含 00000 的空值，这是由于映射技术造成的。这允许任何给定的引脚保持与任何引脚可选择外设的输出之间的未连接状态。

图 10-3: RPn 的可重映射输出的多路开关选择

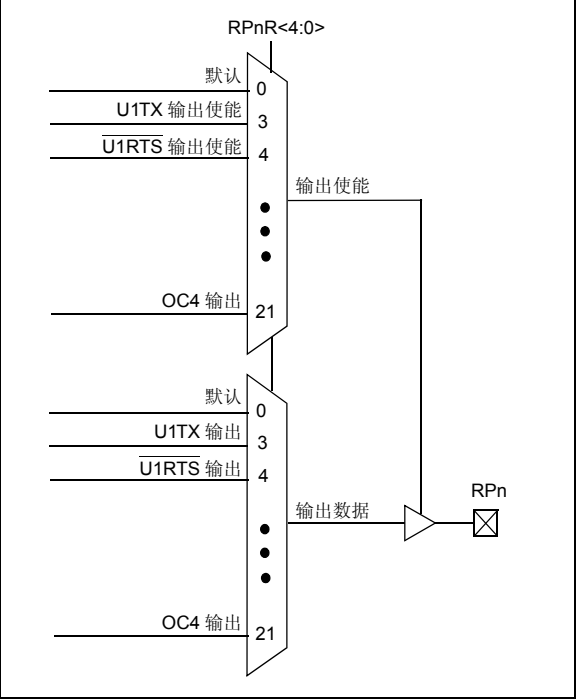


表 10-3: 可重映射引脚（RPn）的输出选择

功能	RPnR<4:0>	输出名称
NULL	00000	RPn 连接到默认端口引脚
C1OUT	00001	RPn 连接到比较器 1 的输出
C2OUT	00010	RPn 连接到比较器 2 的输出
U1TX	00011	RPn 连接到 UART1 发送
U1RTS	00100	RPn 连接到 UART1 请求发送
U2TX	00101	RPn 连接到 UART2 发送
U2RTS	00110	RPn 连接到 UART2 请求发送
SDO1	00111	RPn 连接到 SPI1 数据输出
SCK1OUT	01000	RPn 连接到 SPI1 时钟输出
SS1OUT	01001	RPn 连接到 SPI1 从选择输出
SDO2	01010	RPn 连接到 SPI2 数据输出
SCK2OUT	01011	RPn 连接到 SPI2 时钟输出
SS2OUT	01100	RPn 连接到 SPI2 从选择输出
CSDO	01101	RPn 连接到 DCI 串行数据输出
CCKOUT	01110	RPn 连接到 DCI 串行时钟输出
COFSOUT	01111	RPn 连接到 DCI 帧同步输出
C1TX	10000	RPn 连接到 ECAN1 发送
OC1	10010	RPn 连接到输出比较 1
OC2	10011	RPn 连接到输出比较 2
OC3	10100	RPn 连接到输出比较 3
OC4	10101	RPn 连接到输出比较 4

10.4.3 控制配置改变

由于可以在运行时更改外设的重映射，因此必须对外设重映射设置一些限制条件以防意外更改配置。dsPIC33F 器件具有 3 个功能以防对外设映射的更改：

- 控制寄存器锁定序列
- 连续状态监视
- 配置位引脚选择锁定

10.4.3.1 控制寄存器锁定

在正常操作下，不允许写入 RPINRx 和 RPORx 寄存器。尝试写入操作看似正常执行，但实际上寄存器的内容保持不变。要更改这些寄存器，必须用硬件进行解锁。寄存器锁定由 IOLOCK 位（OSCCON<6>）控制。将 IOLOCK 置 1 可防止对控制寄存器的写操作；将 IOLOCK 清零则允许写操作。

要置 1 或清零 IOLOCK，必须执行特定的命令序列：

1. 将 0x46 写入 OSCCON<7:0>。
2. 将 0x57 写入 OSCCON<7:0>。
3. 通过一次操作清零（或置 1）IOLOCK。

注： MPLAB® C30 提供了内置 C 语言功能，用于解锁 OSCCON 寄存器：

```
__builtin_write_OSCCONL(value)
__builtin_write_OSCCONH(value)
```

请参见 MPLAB 帮助以获取更多信息。

与振荡器的 LOCK 位的序列不同，IOLOCK 会保持一种状态直到被更改。这允许所有的外设引脚选择均可被配置为：在对所有控制寄存器的更新后紧跟一个解锁序列，然后用第二个锁定序列锁定。

10.4.3.2 连续状态监视

除了防止直接写操作，RPINRx 和 RPORx 寄存器的内容一直由影子寄存器通过硬件进行监视。如果任何寄存器发生了意外更改（例如 ESD 或其他外部事件引起的存储单元干扰），将会触发配置不匹配复位。

10.4.3.3 配置位引脚选择锁定

为了进一步确保安全，可以将器件配置为防止对 RPINRx 和 RPORx 寄存器进行多于一个写会话。IOL1WAY（FOSC<IOL1WAY>）配置位会阻止 IOLOCK 位在置 1 后被清零。如果 IOLOCK 保持置 1，则不会执行寄存器解锁过程，且不能写入外设引脚选择控制寄存器。清零该位并重新使能外设映射的唯一方法是执行器件复位。

在默认（未编程）状态下，IOL1WAY 被置 1，将用户限制为一个写会话。对 IOL1WAY 编程可允许用户应用对外设引脚选择寄存器不受限制的访问（对解锁序列的正确使用）。

10.5 外设引脚选择寄存器

dsPIC33FJ32GP302/304、 dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件实现了 33 个寄存器用于可重映射的外设配置：

- 16 个输入可重映射的外设寄存器：
 - RPINR0-RPINR1、 RPINR3-RPINR4、 RPINR7、 RPINR10-RPINR11 和 PRINR18-RPINR26
- 13 个输出可重映射的外设寄存器：
 - RPOR0-RPOR12

注： 仅在 IOLOCK 位（OSCCON<6>）设置为 0 时可以改变输入和输出寄存器的值。请参见第 10.4.3.1 节 “控制寄存器锁定” 了解特定命令序列。

寄存器 10-1: RPINR0: 外设引脚选择输入寄存器 0

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	INT1R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 7							bit 0

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15-13 未实现：读为 0
- bit 12-8 **INT1R<4:0>**：将外部中断 1（INTR1）分配给对应 RPN 引脚的位
- 11111 = 输入连接到 Vss
- 11001 = 输入连接到 RP25
-
-
-
- 00001 = 输入连接到 RP1
- 00000 = 输入连接到 RP0
- bit 7-0 未实现：读为 0

寄存器 10-2: RPINR1: 外设引脚选择输入寄存器 1

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	INT2R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **INTR2R<4:0>**: 将外部中断 2 (INTR2) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-3: **RPINR3: 外设引脚选择输入寄存器 3**

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	T3CKR<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	T2CKR<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15-13 **未实现:** 读为 0
- bit 12-8 **T3CKR<4:0>:** 将 Timer3 外部时钟 (T3CK) 分配给对应 RPn 引脚的位
11111 = 输入连接到 Vss
11001 = 输入连接到 RP25
.
.
.
00001 = 输入连接到 RP1
00000 = 输入连接到 RP0
- bit 7-5 **未实现:** 读为 0
- bit 4-0 **T2CKR<4:0>:** 将 Timer2 外部时钟 (T2CK) 分配给对应 RPn 引脚的位
11111 = 输入连接到 Vss
11001 = 输入连接到 RP25
.
.
.
00001 = 输入连接到 RP1
00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-4: RPINR4: 外设引脚选择输入寄存器 4

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	T5CKR<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	T4CKR<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **T5CKR<4:0>**: 将 Timer5 外部时钟 (T5CK) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **T4CKR<4:0>**: 将 Timer4 外部时钟 (T4CK) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-5: RPINR7: 外设引脚选择输入寄存器 7

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	IC2R<4:0>				
bit 15							
			bit 8				
U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	IC1R<4:0>				
bit 7							
			bit 0				

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15-13	未实现: 读为 0
bit 12-8	IC2R<4:0> : 将输入捕捉 2 (IC2) 分配给对应 RPn 引脚的位 11111 = 输入连接到 Vss 11001 = 输入连接到 RP25 . . . 00001 = 输入连接到 RP1 00000 = 输入连接到 RP0
bit 7-5	未实现: 读为 0
bit 4-0	IC1R<4:0> : 将输入捕捉 1 (IC1) 分配给对应 RPn 引脚的位 11111 = 输入连接到 Vss 11001 = 输入连接到 RP25 . . . 00001 = 输入连接到 RP1 00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-6: RPINR10: 外设引脚选择输入寄存器 10

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	IC8R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	IC7R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **IC8R<4:0>**: 将输入捕捉 8 (IC8) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **IC7R<4:0>**: 将输入捕捉 7 (IC7) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-7: RPINR11: 外设引脚选择输入寄存器 11

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	OCFAR<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **OCFAR<4:0>**: 将输出比较 A (OCFA) 分配给对应 RPn 引脚的位

 11111 = 输入连接到 Vss

 11001 = 输入连接到 RP25

 •

 •

 •

 00001 = 输入连接到 RP1

 00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-8: **RPINR18: 外设引脚选择输入寄存器 18**

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	U1CTSR<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	U1RXR<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 **未实现:** 读为 0bit 12-8 **U1CTSR<4:0>:** 将 UART1 允许发送 ($\overline{\text{U1CTS}}$) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

bit 7-5 **未实现:** 读为 0bit 4-0 **U1RXR<4:0>:** 将 UART1 接收 (U1RX) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-9: **RPINR19: 外设引脚选择输入寄存器 19**

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	U2CTSR<4:0>				
bit 15							
			bit 8				
U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	U2RXR<4:0>				
bit 7							
			bit 0				

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15-13 **未实现:** 读为 0
- bit 12-8 **U2CTSR<4:0>:** 将 UART2 允许发送 ($\overline{\text{U2CTS}}$) 分配给对应 RPn 引脚的位
11111 = 输入连接到 Vss
11001 = 输入连接到 RP25
.
.
.
00001 = 输入连接到 RP1
00000 = 输入连接到 RP0
- bit 7-5 **未实现:** 读为 0
- bit 4-0 **U2RXR<4:0>:** 将 UART2 接收 (U2RX) 分配给对应 RPn 引脚的位
11111 = 输入连接到 Vss
11001 = 输入连接到 RP25
.
.
.
00001 = 输入连接到 RP1
00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-10: RPINR20: 外设引脚选择输入寄存器 20

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	SCK1R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	SDI1R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **SCK1R<4:0>**: 将 SPI1 时钟输入 (SCK1) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **SDI1R<4:0>**: 将 SPI1 数据输入 (SDI1) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-11: **RPINR21: 外设引脚选择输入寄存器 21**

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	SS1R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15-5 **未实现:** 读为 0

bit 4-0 **SS1R<4:0>:** 将 SPI1 从选择输入 (SS1) 分配给对应 RPn 引脚的位

 11111 = 输入连接到 Vss

 11001 = 输入连接到 RP25

 •

 •

 •

 00001 = 输入连接到 RP1

 00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-12: RPINR22: 外设引脚选择输入寄存器 22

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	SCK2R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	SDI2R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **SCK2R<4:0>**: 将 SPI2 时钟输入 (SCK2) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **SDI2R<4:0>**: 将 SPI2 数据输入 (SDI2) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-13: **RPINR23: 外设引脚选择输入寄存器 23**

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	SS2R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15-5 **未实现:** 读为 0

bit 4-0 **SS2R<4:0>:** 将 SPI2 从选择输入（SS2）分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-14: **RPINR24: 外设引脚选择输入寄存器 24**

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	CSCKR<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	CSDIR<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 **未实现:** 读为 0bit 12-8 **CSCKR<4:0>:** 将 DCI 串行时钟输入 (CSCK) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

bit 4-0 **CSDIR<4:0>:** 将 DCI 串行数据输入 (CSDI) 分配给对应 RPn 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-15: RPINR25: 外设引脚选择输入寄存器 25

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	COFSR<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **COFSR<4:0>**: 将 DCI 帧同步输入 (COFS) 分配给对应 RPN 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

寄存器 10-16: RPINR26: 外设引脚选择输入寄存器 26⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	C1RXR<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **C1RXR<4:0>**: 将 ECAN1 接收 (C1RX) 分配给对应 RPN 引脚的位

11111 = 输入连接到 Vss

11001 = 输入连接到 RP25

•

•

•

00001 = 输入连接到 RP1

00000 = 输入连接到 RP0

注 1: 在不具有 ECAN 的器件上该寄存器被禁止。

寄存器 10-17: RPOR0: 外设引脚选择输出寄存器 0

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP1R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP0R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP1R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP1 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP0R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP0 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)**寄存器 10-18: RPOR1: 外设引脚选择输出寄存器 1**

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP3R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP2R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP3R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP3 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP2R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP2 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

寄存器 10-19: RPOR2: 外设引脚选择输出寄存器 2

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP5R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP4R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP5R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP5 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP4R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP4 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

寄存器 10-20: RPOR3: 外设引脚选择输出寄存器 3

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP7R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP6R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP7R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP7 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP6R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP6 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

寄存器 10-21: RPOR4: 外设引脚选择输出寄存器 4

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP9R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP8R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP9R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP9 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP8R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP8 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)**寄存器 10-22: RPOR5: 外设引脚选择输出寄存器 5**

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP11R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP10R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP11R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP11 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP10R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP10 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

寄存器 10-23: RPOR6: 外设引脚选择输出寄存器 6

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP13R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP12R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP13R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP13 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP12R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP12 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

寄存器 10-24: RPOR7: 外设引脚选择输出寄存器 7

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP15R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP14R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP15R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP15 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP14R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP14 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

寄存器 10-25: RPOR8: 外设引脚选择输出寄存器 8⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP17R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP16R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP17R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP17 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP16R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP16 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)**注 1:** 该寄存器仅在 44 引脚器件上实现。**寄存器 10-26: RPOR9: 外设引脚选择输出寄存器 9⁽¹⁾**

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP19R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP18R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP19R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP19 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP18R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP18 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)**注 1:** 该寄存器仅在 44 引脚器件上实现。

寄存器 10-27: RPOR10: 外设引脚选择输出寄存器 10⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP21R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP20R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP21R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP21 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP20R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP20 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

注 1: 该寄存器仅在 44 引脚器件上实现。

寄存器 10-28: RPOR11: 外设引脚选择输出寄存器 11⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP23R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP22R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **RP23R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP23 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

bit 7-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **RP22R<4:0>**: 将外设输出功能分配给 RP22 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)

注 1: 该寄存器仅在 44 引脚器件上实现。

寄存器 10-29: **RPOR12: 外设引脚选择输出寄存器 12⁽¹⁾**

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP25R<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	RP24R<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 **未实现:** 读为 0bit 12-8 **RP25R<4:0>:** 将外设输出功能分配给 RP25 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)bit 7-5 **未实现:** 读为 0bit 4-0 **RP24R<4:0>:** 将外设输出功能分配给 RP24 输出引脚的位 (请参见表 10-3 了解外设功能编号)**注 1:** 该寄存器仅在 44 引脚器件上实现。

注:

11.0 TIMER1

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 11 章 定时器”（DS70205A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

Timer1 模块是一个 16 位定时器，可作为实时时钟的时间计数器，或作为自由运行的间隔定时器 / 计数器。

Timer1 模块具有不同于其他定时器的独特特性，如下：

- 可以依靠器件的低功耗 32 kHz 晶振工作。
- 可以依靠外部时钟源以异步计数器模式工作。
- 外部时钟输入（T1CK）可以选择与内部器件时钟同步，时钟同步在预分频之后执行。

Timer1 的独特特性使其可以用于实时时钟（Real Time Clock，RTC）应用。图 11-1 给出了 Timer1 的框图。

Timer1 模块可以工作于以下模式之一：

- 定时器模式
- 门控定时器模式
- 同步计数器模式
- 异步计数器模式

在定时器和门控定时器模式下，输入时钟来自于内部指令周期时钟（FCY）。在同步和异步计数器模式下，输入时钟来自于 T1CK 引脚上的外部时钟输入。

定时器模式由以下位决定：

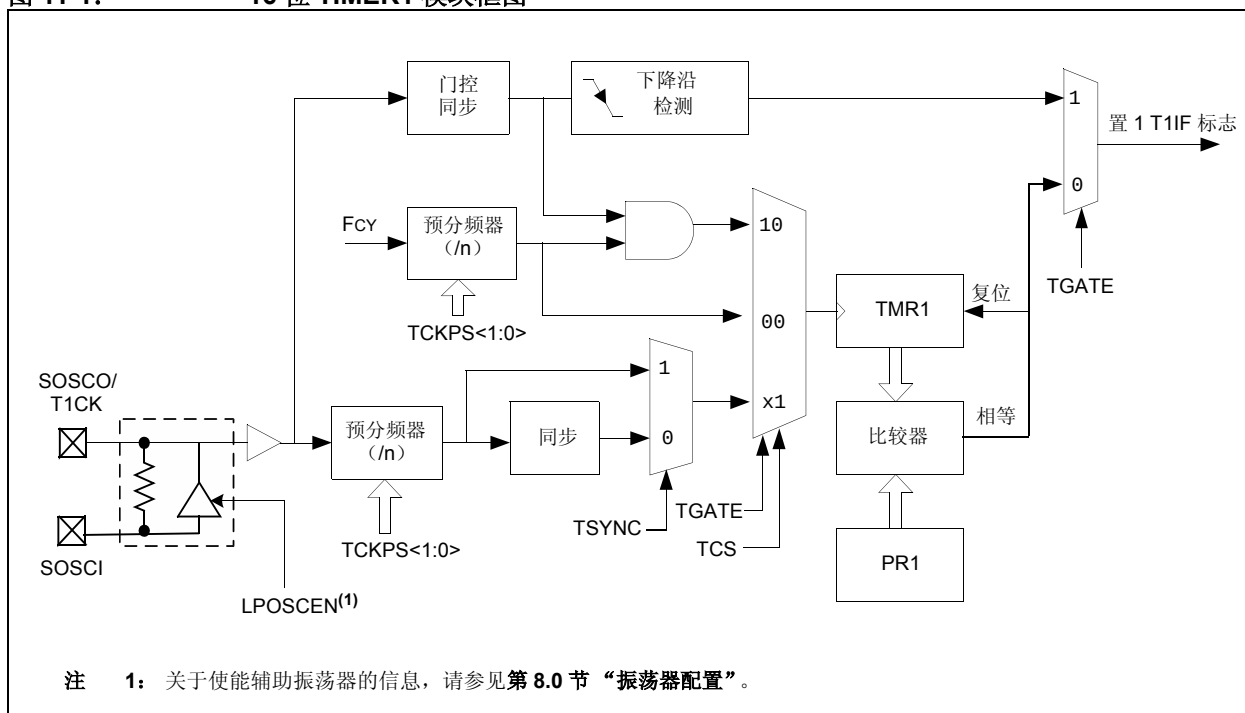
- 定时器时钟源控制位（TCS）：T1CON<1>
- 定时器同步控制位（TSYNC）：T1CON<2>
- 定时器门控位（TGATE）：T1CON<6>

表 11-1 给出了不同工作模式的定时器控制位设置。

表 11-1: 定时器模式设置

模式	TCS	TGATE	TSYNC
定时器	0	0	x
门控定时器	0	1	x
同步计数器	1	x	1
异步计数器	1	x	0

图 11-1: 16 位 TIMER1 模块框图



寄存器 11-1: T1CON: TIMER1 控制寄存器

R/W-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
TON	—	TSIDL	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0
—	TGATE	TCKPS<1:0>		—	TSYNC	TCS	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **TON:** Timer1 使能位
1 = 启动 16 位 Timer1
0 = 停止 16 位 Timer1
- bit 14 **未实现:** 读为 0
- bit 13 **TSIDL:** 空闲模式停止位
1 = 当器件进入空闲模式时, 模块停止工作
0 = 在空闲模式下模块继续工作
- bit 12-7 **未实现:** 读为 0
- bit 6 **TGATE:** Timer1 门控时间累加使能位
当 T1CS = 1 时:
该位为无关位。
当 T1CS = 0 时:
1 = 使能门控时间累加
0 = 禁止门控时间累加
- bit 5-4 **TCKPS<1:0>:** Timer1 输入时钟预分频比选择位
11 = 1:256
10 = 1:64
01 = 1:8
00 = 1:1
- bit 3 **未实现:** 读为 0
- bit 2 **TSYNC:** Timer1 外部时钟输入同步选择位
当 TCS = 1 时:
1 = 同步外部时钟输入
0 = 不同步外部时钟输入
当 TCS = 0 时:
该位为无关位。
- bit 1 **TCS:** Timer1 时钟源选择位
1 = 来自 T1CK 引脚的外部时钟 (上升沿触发计数)
0 = 内部时钟 (Fcy)
- bit 0 **未实现:** 读为 0

12.0 TIMER2/3 和 TIMER4/5 特性

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 11 章 定时器”（DS70205A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

Timer2 和 Timer4 是 B 类定时器，具有以下特性：

- B 类定时器可以通过与 C 类定时器相连构成 32 位定时器

- 外部时钟输入（TxCK）始终与内部器件时钟同步，时钟同步在预分频之后执行。

图 12-1 给出了 B 类定时器的框图。

Timer3 和 Timer5 是 C 类定时器，具有以下特性：

- C 类定时器可以通过与 B 类定时器相连构成 32 位定时器
- 至少有一个 C 类定时器能够触发 A/D 转换
- 外部时钟输入（TxCK）始终与内部器件时钟同步，时钟同步在预分频之前执行。

图 12-2 给出了 C 类定时器的框图。

图 12-1: B 类定时器框图 (x = 2 或 4)

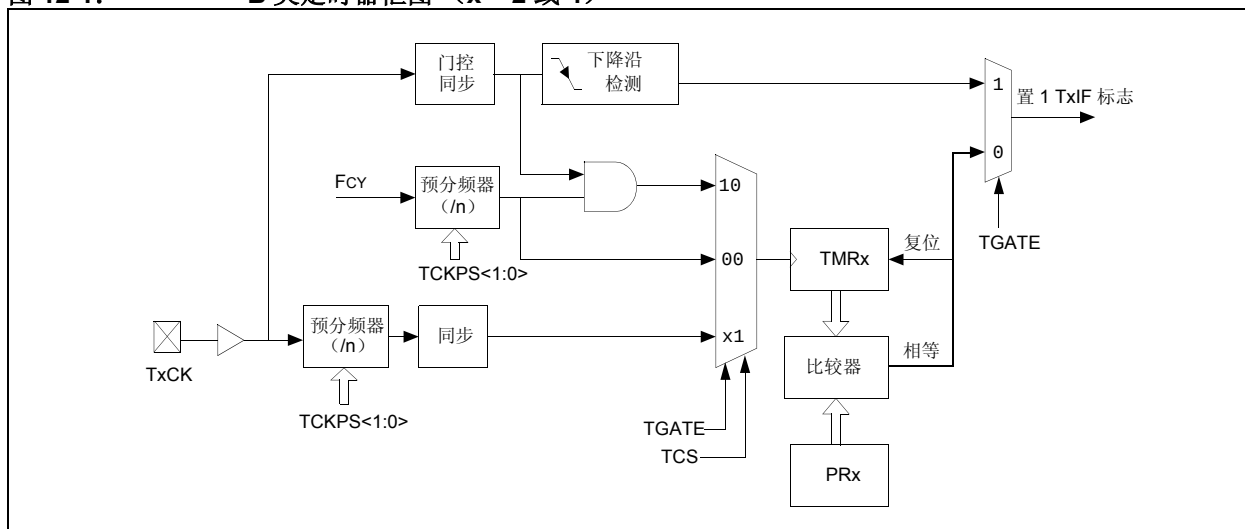
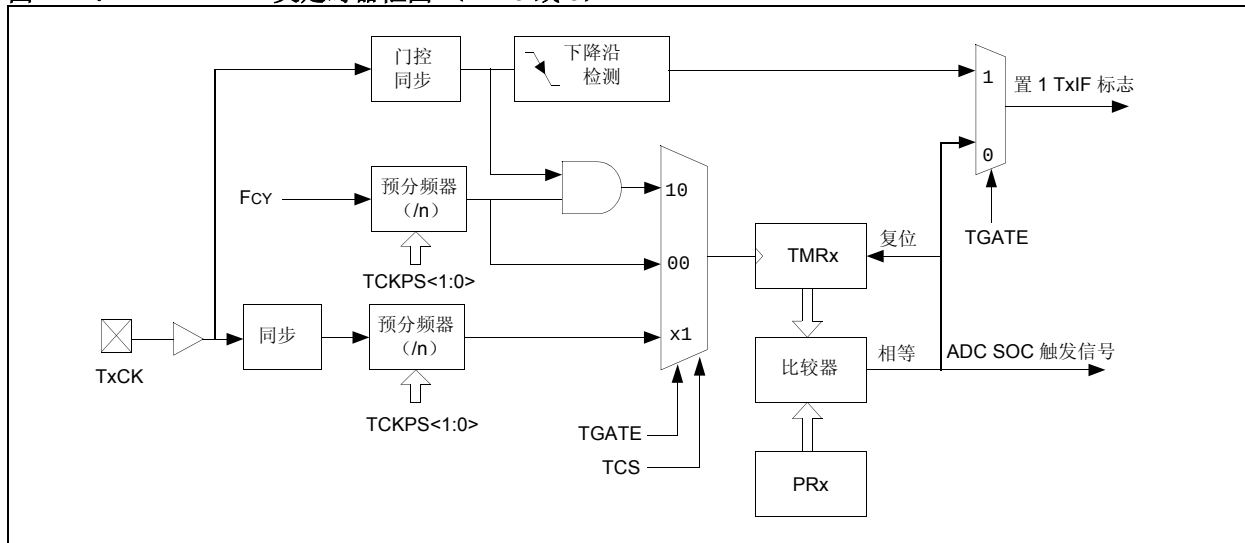


图 12-2: C 类定时器框图 (x = 3 或 5)



Timer2/3 和 Timer4/5 模块可以工作于以下模式之一：

- 定时器模式
- 门控定时器模式
- 同步计数器模式

在定时器和门控定时器模式下，输入时钟来自于内部指令周期时钟（Fcy）。在同步计数器模式下，输入时钟来自于 TxCK 引脚上的外部时钟输入。

定时器模式由以下位决定：

- TCS（TxCON<1>）：定时器时钟源控制位
- TGATE（TxCON<6>）：定时器门控位

表 12-1 给出了不同工作模式的定时器控制位的设置。

表 12-1: 定时器模式设置

模式	TCS	TGATE
定时器	0	0
门控定时器	0	1
同步计数器	1	x

12.1 16 位工作

要将任一定时器配置为独立的 16 位工作：

1. 清零与该定时器对应的 T32 位。
2. 使用 TCKPS<1:0> 位选择定时器预分频比。
3. 使用 TCS 和 TGATE 位设置时钟和门控模式。
4. 将定时器的周期值装入 PRx 寄存器。
5. 如果需要中断，将中断允许位 TxIE 置 1。使用优先级位 TxIP<2:0> 来设置中断优先级。
6. 将 TON 位置 1。

注：只有 Timer2 和 Timer3 能触发 DMA 数据传输。

12.2 32 位工作

可以通过连接 B 类和 C 类 16 位定时器模块构成 32 位定时器模块。对于 32 位定时器工作，B 类定时器控制（TxCON<3>）寄存器中的 T32 控制位必须置 1。对于 32 位工作，C 类定时器保存最高有效字（msw），而 B 类定时器保存最低有效字（lsw）。

当配置为 32 位工作时，只需要 B 类定时器控制（TxCON）寄存器位用于设置和控制。C 类定时器控制寄存器位被忽略（TSIDL 位除外）。

组合的 32 位定时器使用 C 类定时器的中断允许、中断标志和中断优先级控制位实现中断控制。32 位定时器工作中不使用 B 类定时器的中断控制和状态位。

表 12-2 列出了可以组合构成 32 位定时器的 B 类和 C 类定时器。

表 12-2: 32 位定时器

B 类定时器（lsw）	C 类定时器（msw）
Timer2	Timer3
Timer4	Timer5

图 12-3 给出了 32 位定时器模块的框图。32 位定时器模块可以工作于以下模式之一：

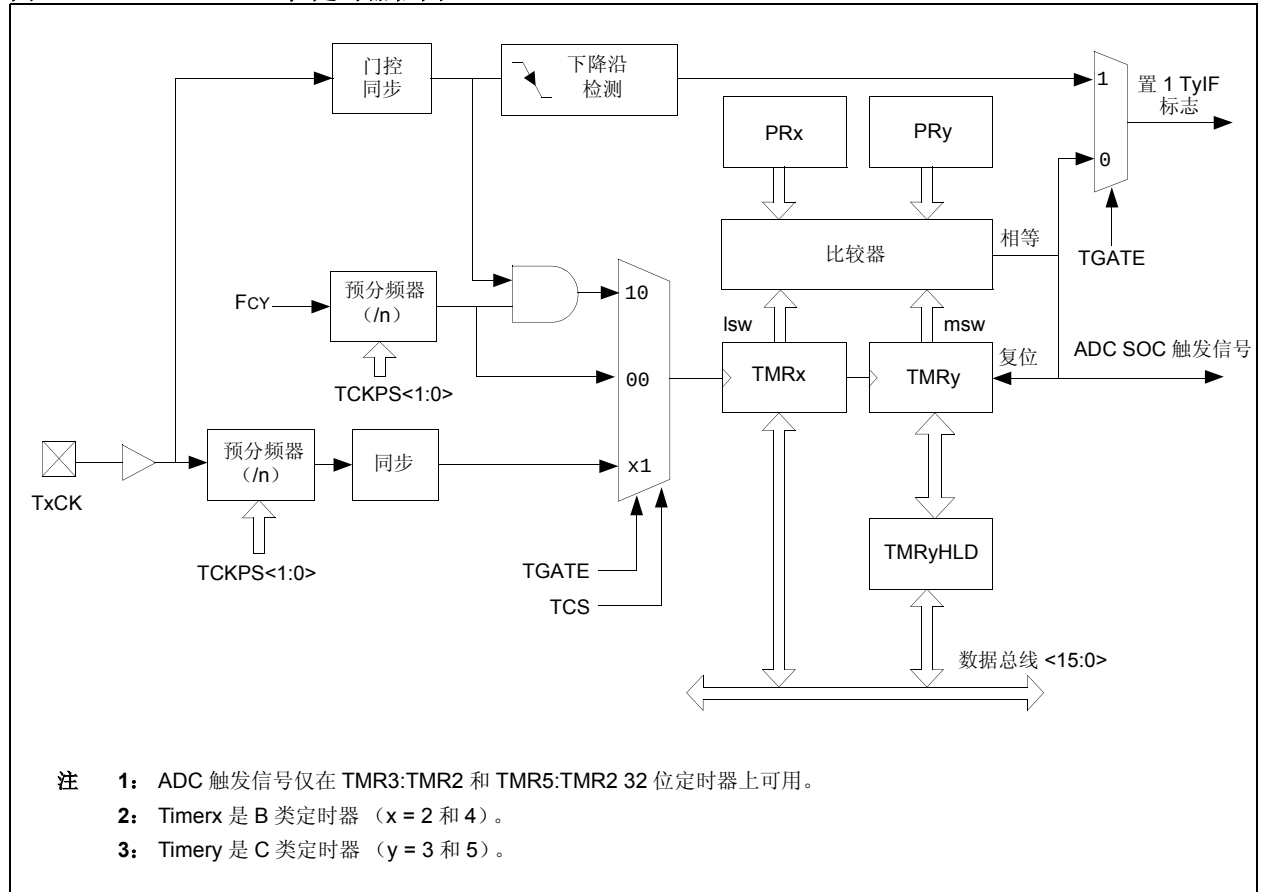
- 定时器模式
- 门控定时器模式
- 同步计数器模式

要将 Timer2/3 或 Timer4/5 配置为 32 位工作：

1. 将 T32 控制位置 1。
2. 使用 TCKPS<1:0> 位为 Timer2 或 Timer4 选择预分频比。
3. 使用相应的 TCS 和 TGATE 位设置时钟和门控模式。
4. 装入定时器的周期值。PR3 或 PR5 包含值的高位字，而 PR2 或 PR4 包含低位字。
5. 如果需要中断，将中断允许位 T3IE 或 T5IE 置 1。使用优先级位 T3IP<2:0> 或 T5IP<2:0> 来设置中断优先级。Timer2 或 Timer4 控制定时器，而中断由 Timer3 或 Timer5 产生。
6. 将相应的 TON 位置 1。

任意时刻定时器的值被存储在寄存器对 TMR3:TMR2 或 TMR5:TMR4 中，TMR3 或 TMR5 总是包含计数值的高位字，而 TMR2 或 TMR4 包含低位字。

图 12-3: 32 位定时器框图



寄存器 12-1: TxCON: 定时器控制寄存器 (x = 2 或 4, y = 3 或 5)

R/W-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
TON	—	TSIDL	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	U-0
—	TGATE	TCKPS<1:0>		T32 ⁽¹⁾	—	TCS	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **TON:** Timerx 使能位
当 T32 = 1 时 (在 32 位定时器模式下):
 1 = 启动 32 位 TMRx:TMRy 定时器对
 0 = 停止 32 位 TMRx:TMRy 定时器对
当 T32 = 0 时 (在 16 位定时器模式下):
 1 = 启动 16 位定时器
 0 = 停止 16 位定时器
- bit 14 **未实现:** 读为 0
- bit 13 **TSIDL:** 空闲模式停止位
 1 = 当器件进入空闲模式时, 定时器停止工作
 0 = 在空闲模式下定时器继续工作
- bit 12-7 **未实现:** 读为 0
- bit 6 **TGATE:** Timerx 门控时间累加使能位
当 TCS = 1 时:
 该位为无关位。
当 TCS = 0 时:
 1 = 使能门控时间累加
 0 = 禁止门控时间累加
- bit 5-4 **TCKPS<1:0>:** Timerx 输入时钟预分频比选择位
 11 = 预分频比为 1:256
 10 = 预分频比为 1:64
 01 = 预分频比为 1:8
 00 = 预分频比为 1:1
- bit 3 **T32:** 32 位 Timerx 模式选择位 ⁽¹⁾
 1 = TMRx 和 TMRy 形成一个 32 位定时器
 0 = TMRx 和 TMRy 形成独立的 16 位定时器
- bit 2 **未实现:** 读为 0
- bit 1 **TCS:** Timerx 时钟源选择位
 1 = 来自 TxCK 引脚的外部时钟
 0 = 内部时钟 (Fosc/2)
- bit 0 **未实现:** 读为 0

注 1: 在 32 位模式下, TYCON 控制位不影响 32 位定时器的的工作。

寄存器 12-2: TxCON: 定时器控制寄存器 (x = 3 或 5)

R/W-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
TON ⁽²⁾	—	TSIDL ⁽¹⁾	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	U-0
—	TGATE ⁽²⁾	TCKPS<1:0> ⁽²⁾		—	—	TCS ⁽²⁾	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **TON:** Timery 使能位 ⁽²⁾
 1 = 启动 16 位 Timerx
 0 = 停止 16 位 Timerx
- bit 14 **未实现:** 读为 0
- bit 13 **TSIDL:** 空闲模式停止位 ⁽¹⁾
 1 = 当器件进入空闲模式时, 定时器停止工作
 0 = 在空闲模式下定时器继续工作
- bit 12-7 **未实现:** 读为 0
- bit 6 **TGATE:** Timerx 门控时间累加使能位 ⁽²⁾
 当 TCS = 1 时:
 该位为无关位。
 当 TCS = 0 时:
 1 = 使能门控时间累加
 0 = 禁止门控时间累加
- bit 5-4 **TCKPS<1:0>:** Timerx 输入时钟预分频比选择位 ⁽²⁾
 11 = 预分频比为 1:256
 10 = 预分频比为 1:64
 01 = 预分频比为 1:8
 00 = 预分频比为 1:1
- bit 3-2 **未实现:** 读为 0
- bit 1 **TCS:** Timerx 时钟源选择位 ⁽²⁾
 1 = 来自 TxCK 引脚的外部时钟
 0 = 内部时钟 (Fosc/2)
- bit 0 **未实现:** 读为 0

注 1: 当在定时器控制 (TxCON<3>) 寄存器中使能 32 位定时器工作时 (T32 = 1), TSIDL 位必须清零以在空闲模式下运行 32 位定时器。

2: 当在定时器控制 (TxCON<3>) 寄存器中使能 32 位定时器工作时 (T32 = 1), 这些位将不起作用。

注:

13.0 输入捕捉

注：本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“**第 12 章 输入捕捉**”（DS70198A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

输入捕捉模块在需要频率（周期）和脉冲测量的应用中很有用。dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件支持最多 4 路输入捕捉通道。

当 ICx 引脚上有事件发生时，输入捕捉模块捕捉选定时机寄存器的 16 位值。导致发生捕捉的事件分为以下三类：

1. 简单捕捉事件模式：
 - 每当 ICx 引脚上的输入信号出现下降沿时捕捉定时器值
 - 每当 ICx 引脚上的输入信号出现上升沿时捕捉定时器值

2. 在每个边沿（上升沿和下降沿）都捕捉定时器值
3. 预分频捕捉事件模式：
 - ICx 引脚上的输入信号每出现 4 个上升沿捕捉一次定时器值
 - ICx 引脚上的输入信号每出现 16 个上升沿捕捉一次定时器值

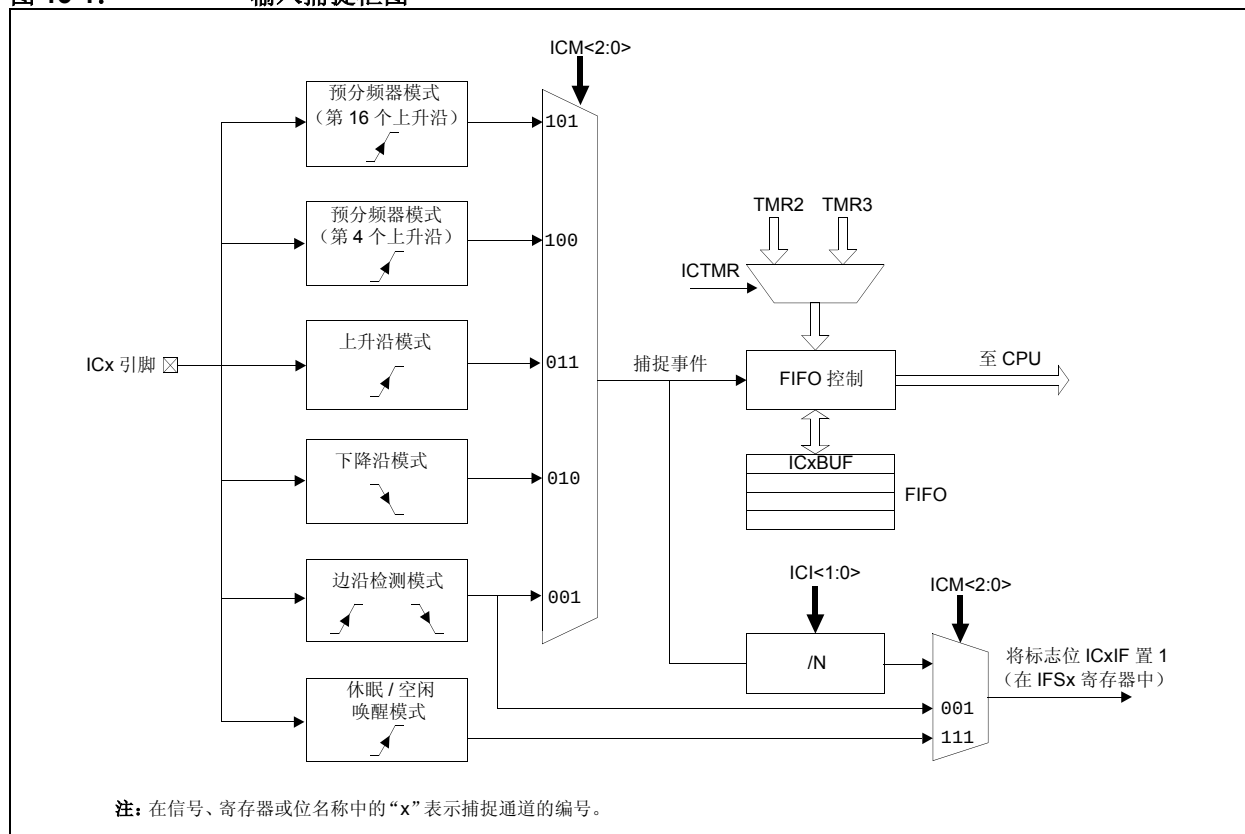
每路输入捕捉通道都可以选择两个16位定时器(Timer2或Timer3)之一作为时基。选定定时器可以使用内部或外部时钟。

其他工作特性包括:

- 当 **CPU** 在休眠和空闲模式时通过捕捉引脚上的信号将器件唤醒
- 输入捕捉事件中断
- 用于存储捕捉值的 **4 字 FIFO 缓冲器**
 - 可选择在填充完 **1、2、3 或 4 个**缓冲单元后产生中断
- 输入捕捉也可用来提供额外的外部中断源

注： 只有 IC1 和 IC2 能触发 DMA 数据传输。如果需要 DMA 数据传输，FIFO 缓冲器大小必须设置为 1（IC1<1:0>=00）。

图 13-1: 输入捕捉框图



13.1 输入捕捉寄存器

寄存器 13-1: ICxCON: 输入捕捉 x 控制寄存器 (x = 1、2、7 或 8)

U-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	ICSIDL	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-0, HC	R-0, HC	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ICTMR	ICI<1:0>		ICOV	ICBNE	ICM<2:0>		
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-14 未实现: 读为 0

bit 13 **ICSIDL**: 输入捕捉模块在空闲模式下停止的控制位

1 = 在 CPU 空闲模式下输入捕捉模块将停止工作

0 = 在 CPU 空闲模式下输入捕捉模块将继续工作

bit 12-8 未实现: 读为 0

bit 7 **ICTMR**: 输入捕捉定时器选择位

1 = 发生捕捉事件时捕捉 TMR2 的内容

0 = 发生捕捉事件时捕捉 TMR3 的内容

bit 6-5 **ICI<1:0>**: 选择每次发生中断捕捉的次数的位

11 = 每 4 次捕捉事件中断一次

10 = 每 3 次捕捉事件中断一次

01 = 每 2 次捕捉事件中断一次

00 = 每次捕捉事件中断一次

bit 4 **ICOV**: 输入捕捉溢出状态标志位 (只读)

1 = 发生了输入捕捉溢出

0 = 未发生输入捕捉溢出

bit 3 **ICBNE**: 输入捕捉缓冲器空状态位 (只读)

1 = 输入捕捉缓冲器非空, 至少可以再读一次捕捉值

0 = 输入捕捉缓冲器为空

bit 2-0 **ICM<2:0>**: 输入捕捉模式选择位

111 = 当器件处于休眠或空闲模式时, 输入捕捉通道仅用作中断引脚 (只检测上升沿, 所有其他控制位都不适用。)

110 = 未使用 (模块被禁止)

101 = 捕捉模式, 每 16 个上升沿捕捉一次

100 = 捕捉模式, 每 4 个上升沿捕捉一次

011 = 捕捉模式, 每个上升沿捕捉一次

010 = 捕捉模式, 每个下降沿捕捉一次

001 = 捕捉模式, 每个边沿 (上升沿和下降沿) 捕捉一次 (ICI<1:0> 位不控制该模式下的中断产生。)

000 = 输入捕捉模块关闭

14.0 输出比较

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 13 章 输出比较”（DS70209A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

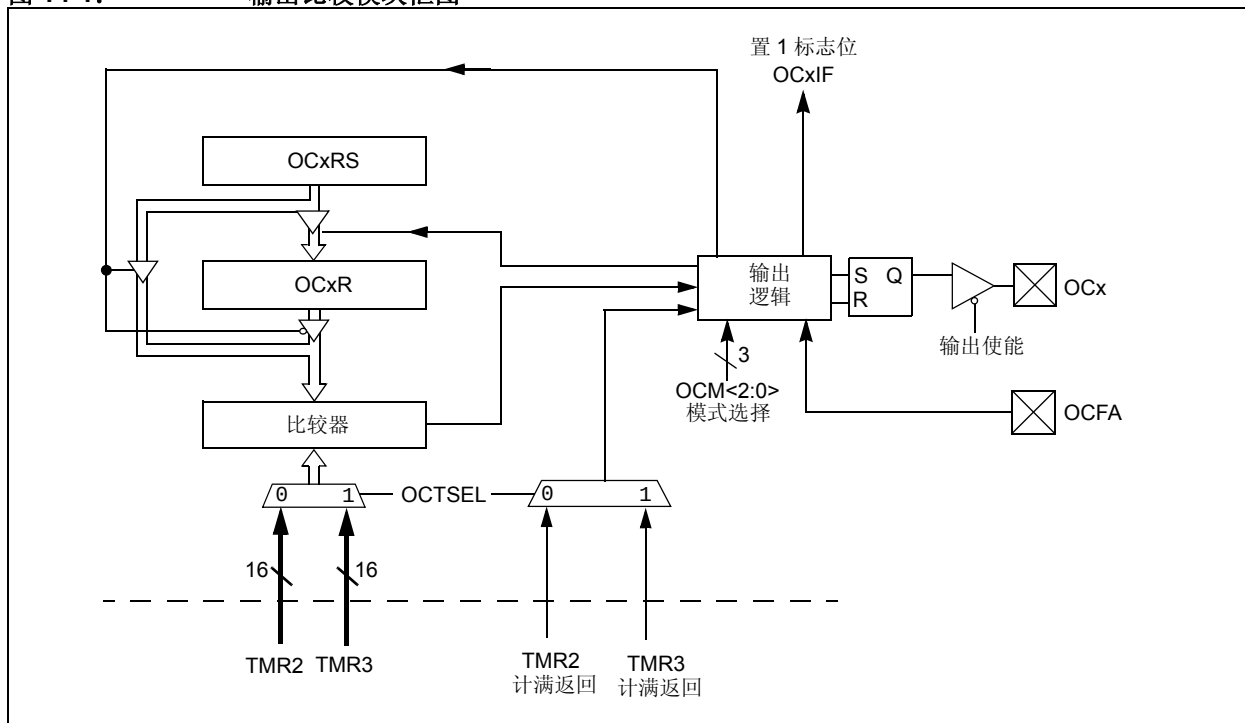
输出比较模块可以选择 Timer2 或 Timer3 作为其时基。模块将定时器的值与一个或两个比较寄存器的值（取决于所选的工作模式）作比较。当定时器值与比较寄存器

值匹配时，输出引脚的状态改变。输出比较模块产生单个输出脉冲或连续输出脉冲，通过在发生比较匹配事件时改变输出引脚的状态实现。输出比较模块还能在发生比较匹配事件时产生中断。

输出比较模块具有多种工作模式：

- 低电平有效单事件模式
- 高电平有效单事件模式
- 翻转模式
- 延时单事件模式
- 连续脉冲模式
- 不带故障保护的 PWM 模式
- 带故障保护的 PWM 模式

图 14-1: 输出比较模块框图



14.1 输出比较模式

通过设置输出比较控制（OCxCON<2:0>）寄存器中的适当输出比较模式（OCM<2:0>）位，配置输出比较模式。表 14-1 列出了输出比较模式的不同位设置。图 14-2

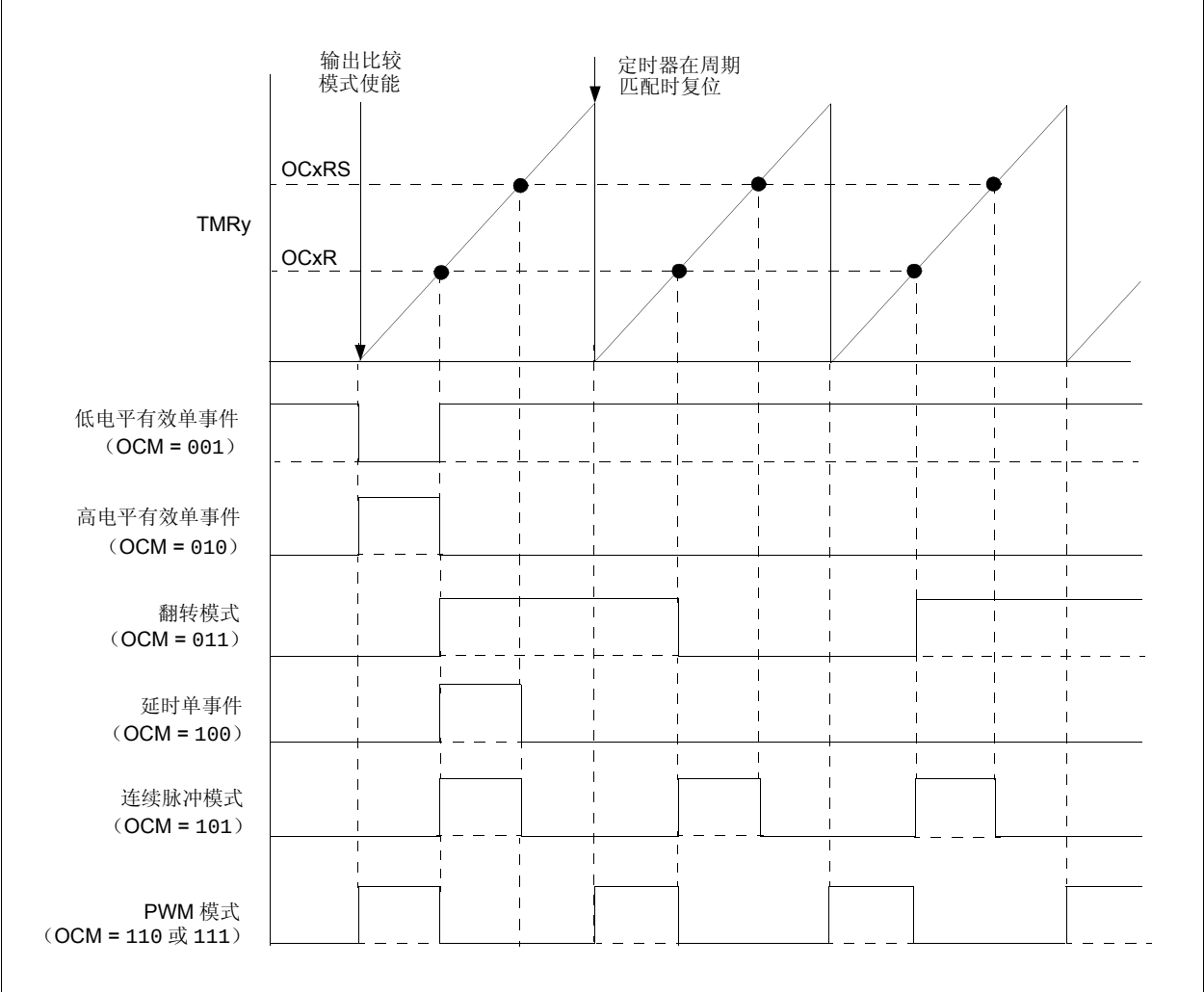
例举了各种模式的输出比较操作。当写入输出比较控制寄存器时，用户应用程序必须禁止相关的定时器以避免故障。

注：只有 OC1 和 OC2 能触发 DMA 数据传输。

表 14-1： 输出比较模式

OCM<2:0>	模式	OCx 引脚初始状态	OCx 中断产生
000	模块被禁止	由 GPIO 寄存器控制	—
001	低电平有效单事件	0	OCx 上升沿
010	高电平有效单事件	1	OCx 下降沿
011	翻转模式	保持当前输出	OCx 上升沿和下降沿
100	延时单事件	0	OCx 下降沿
101	连续脉冲模式	0	OCx 下降沿
110	不带故障保护的 PWM 模式	0，如果 OCxR 为零 1，如果 OCxR 非零	无中断
111	带故障保护的 PWM 模式	0，如果 OCxR 为零 1，如果 OCxR 非零	OC1 至 OC4 的 OCFA 下降沿

图 14-2： 输出比较操作



寄存器 14-1: OCxCON: 输出比较 x 控制寄存器 (x = 1、2、3 或 4)

U-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	OCSIDL	—	—	—	—	—
bit 15						bit 8	

U-0	U-0	U-0	R-0 HC	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	OCFLT	OCTSEL	OCM<2:0>		
bit 7						bit 0	

图注:	HC = 用硬件清零	HS = 用硬件置 1
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

bit 15-14 未实现: 读为 0

bit 13 **OCSIDL:** 在空闲模式下停止输出比较控制位
 1 = 输出比较 x 在 CPU 空闲模式下停止工作
 0 = 输出比较 x 在 CPU 空闲模式下继续工作

bit 12-5 未实现: 读为 0

bit 4 **OCFLT:** PWM 故障条件状态位
 1 = 产生了 PWM 故障条件 (仅可用硬件清零)
 0 = 未产生 PWM 故障条件
 (仅当 OCM<2:0> = 111 时, 才使用该位。)

bit 3 **OCTSEL:** 输出比较定时器选择位
 1 = Timer3 是比较 x 的时钟源
 0 = Timer2 是比较 x 的时钟源

bit 2-0 **OCM<2:0>:** 输出比较模式选择位
 111 = OCx 处于 PWM 模式, 使能故障引脚
 110 = OCx 处于 PWM 模式, 禁止故障引脚
 101 = 初始化 OCx 引脚为低电平, 在 OCx 引脚上产生连续输出脉冲
 100 = 初始化 OCx 引脚为低电平, 在 OCx 引脚上产生单个输出脉冲
 011 = 比较事件使 OCx 引脚的电平翻转
 010 = 初始化 OCx 引脚为高电平, 比较事件强制 OCx 引脚为低电平
 001 = 初始化 OCx 引脚为低电平, 比较事件强制 OCx 引脚为高电平
 000 = 禁止输出比较通道

注:

寄存器 15-1: SPIxSTAT: SPIx 状态和控制寄存器

R/W-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
SPIEN	—	SPISIDL	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	R/C-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0
—	SPIROV	—	—	—	—	SPITBF	SPIRBF
bit 7							bit 0

图注:	C = 可清零位		
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15	SPIEN: SPIx 使能位 1 = 使能模块并将 SCKx、SDOx、SDIx 和 $\overline{SSx}$ 配置为串口引脚 0 = 禁止模块
bit 14	未实现: 读为 0
bit 13	SPISIDL: 空闲模式停止位 1 = 当器件进入空闲模式时, 模块停止工作 0 = 在空闲模式下模块继续工作
bit 12-7	未实现: 读为 0
bit 6	SPIROV: 接收溢出标志位 1 = 一个新字节 / 字已完全接收并丢弃。用户软件没有读先前保存在 SPIxBUF 寄存器中的数据。 0 = 未发生溢出。
bit 5-2	未实现: 读为 0
bit 1	SPITBF: SPIx 发送缓冲器满状态位 1 = 发送尚未开始, SPIxTXB 为满 0 = 发送已开始, SPIxTXB 为空 当 CPU 写 SPIxBUF 存储单元并装入 SPIxTXB 时, 该位由硬件自动置 1 当 SPIx 模块将数据从 SPIxTXB 传输到 SPIxSR 时, 该位由硬件自动清零
bit 0	SPIRBF: SPIx 接收缓冲器满状态位 1 = 接收完成, SPIxRXB 为满 0 = 接收未完成, SPIxRXB 为空 当 SPIx 将数据从 SPIxSR 传输到 SPIxRXB 时, 该位由硬件自动置 1 当内核通过读 SPIxBUF 存储单元读 SPIxRXB 时, 该位由硬件自动清零

寄存器 15-2: SPIxCON1: SPIx 控制寄存器 1

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	DISSCK	DISSDO	MODE16	SMP	CKE ⁽¹⁾
bit 15			bit 8				
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
SSEN	CKP	MSTEN	SPRE<2:0>			PPRE<1:0>	
bit 7			bit 0				

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12 **DISSCK:** 禁止 SCKx 引脚位 (仅限 SPI 主模式)

1 = 禁止内部 SPI 时钟, 引脚用作 I/O

0 = 使能内部 SPI 时钟

bit 11 **DISSDO:** 禁止 SDOx 引脚位

1 = 模块不使用 SDOx 引脚; 引脚用作 I/O

0 = SDOx 引脚由模块控制

bit 10 **MODE16:** 字 / 字节通信选择位

1 = 采用字宽 (16 位) 通信

0 = 采用字节宽 (8 位) 通信

bit 9 **SMP:** SPIx 数据输入采样阶段位主模式:

1 = 在数据输出时间的末端采样输入数据

0 = 在数据输出时间的中间采样输入数据

从模式:

当在从模式下使用 SPIx 时, 必须将 SMP 清零。

bit 8 **CKE:** SPIx 时钟边沿选择位 ⁽¹⁾

1 = 串行输出数据在时钟从工作状态转变为空闲状态时变化 (见 bit 6)

0 = 串行输出数据在时钟从空闲状态转变为工作状态时变化 (见 bit 6)

bit 7 **SSEN:** 从选择使能位 (从模式)

1 = SSx 引脚用于从模式

0 = SSx 引脚不被模块使用。引脚由端口功能控制。

bit 6 **CKP:** 时钟极性选择位

1 = 空闲状态时钟信号为高电平; 工作状态为低电平

0 = 空闲状态时钟信号为低电平; 工作状态为高电平

bit 5 **MSTEN:** 主模式使能位

1 = 主模式

0 = 从模式

注 1: 在帧 SPI 模式下不使用 CKE 位。在帧 SPI 模式 (FRMEN = 1) 下, 用户应将该位编程为 0。

寄存器 15-2: SPIxCON1: SPIx 控制寄存器 1 (续)

bit 4-2	SPRE<2:0> : 辅助预分频比位 (主模式) 111 = 辅助预分频比 1:1 110 = 辅助预分频比 2:1 . . . 000 = 辅助预分频比 8:1
bit 1-0	PPRE<1:0> : 主预分频比位 (主模式) 11 = 主预分频比 1:1 10 = 主预分频比 4:1 01 = 主预分频比 16:1 00 = 主预分频比 64:1

注 1: 在帧 SPI 模式下不使用 CKE 位。在帧 SPI 模式 (FRMEN = 1) 下, 用户应将该位编程为 0。

寄存器 15-3: SPIxCON2: SPIx 控制寄存器 2

R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
FRMEN	SPIFSD	FRMPOL	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8
U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	U-0
—	—	—	—	—	—	FRMDLY	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **FRMEN:** 帧 SPIx 支持位
1 = 使能帧 SPIx 支持 (SSx 引脚用作帧同步脉冲输入 / 输出)
0 = 禁止帧 SPIx 支持
- bit 14 **SPIFSD:** 帧同步脉冲方向控制位
1 = 帧同步脉冲输入 (从器件)
0 = 帧同步脉冲输出 (主器件)
- bit 13 **FRMPOL:** 帧同步脉冲极性位
1 = 帧同步脉冲为高电平有效
0 = 帧同步脉冲为低电平有效
- bit 12-2 **未实现:** 读为 0
- bit 1 **FRMDLY:** 帧同步脉冲边沿选择位
1 = 帧同步脉冲与第一个位时钟一致
0 = 帧同步脉冲比第一个位时钟提前
- bit 0 **未实现:** 禁止使用用户应用程序将该位设置为 1。

注:

16.0 I²C™

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 19 章 I²C™”（DS70195A_CN），该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

I²C 模块（16 位接口）为 I²C 串行通信标准的从模式和主器件模式提供完全的硬件支持。

I²C 模块有一个双引脚接口：

- SCLx 引脚是时钟线。
- SDAx 引脚是数据线。

I²C 模块提供以下主要特性：

- I²C 接口支持主 / 从工作模式。
- I²C 从模式支持 7 位和 10 位地址。
- I²C 主模式支持 7 位和 10 位地址。
- I²C 端口允许主器件和从器件之间的双向传输。
- I²C 端口的串行时钟同步可以用作握手机制来暂停和继续串行传输（SCLREL 控制）。
- I²C 支持多主器件工作；检测总线冲突并相应地进行仲裁。

16.1 工作模式

硬件完全实现了 I²C 标准和快速模式规范的所有主从功能，以及 7 位和 10 位寻址。

在 I²C 总线上，I²C 模块既可作为主器件工作，也可作为从器件工作。

支持 I²C 模块工作在以下模式：

- 带 7 位地址的 I²C 从模式
- 带 10 位地址的 I²C 从模式
- 带 7 位或 10 位地址的 I²C 主模式

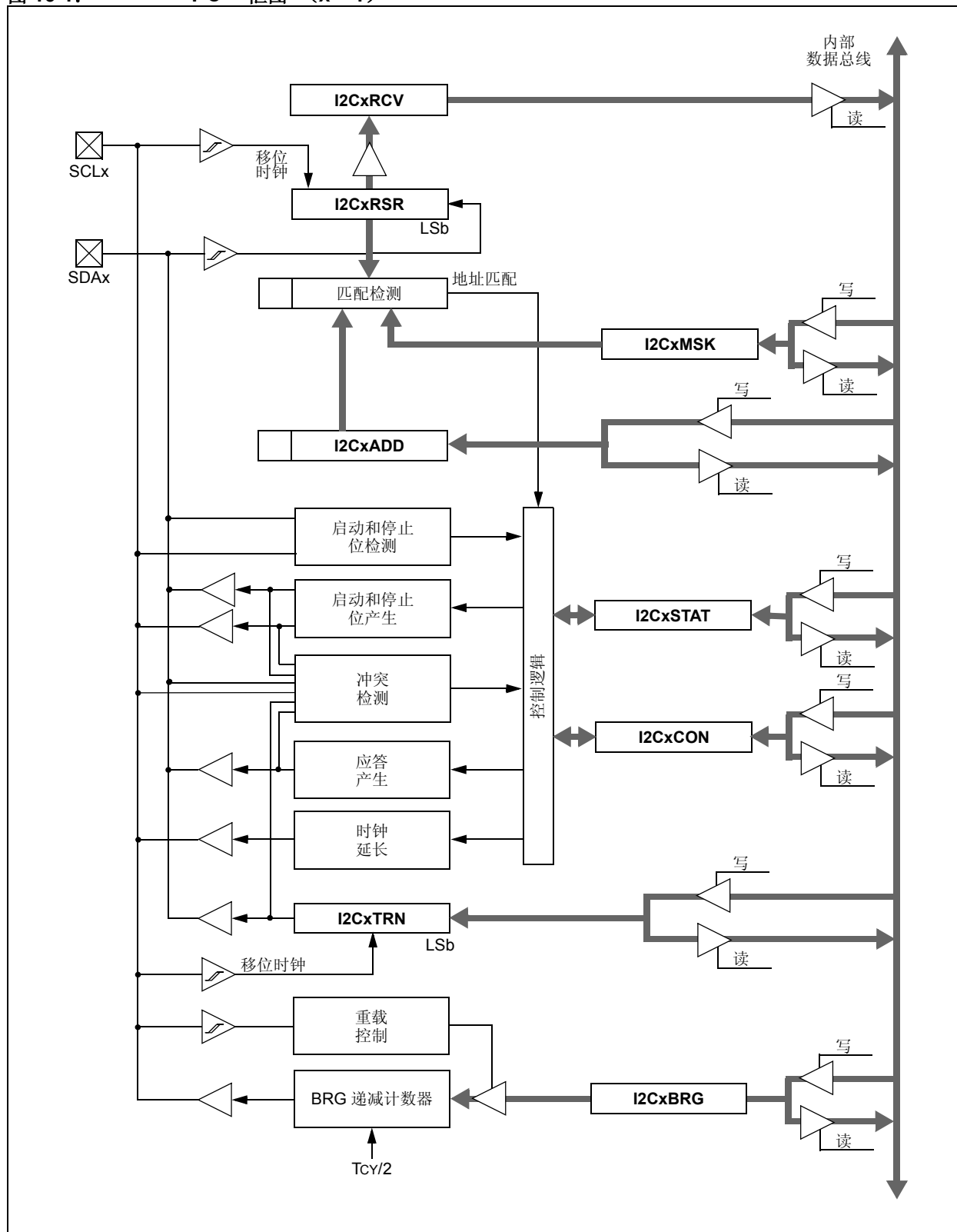
关于每种模式的通信序列的详细信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》。请参见 Microchip 网站（www.microchip.com）了解最新的《dsPIC33F 系列参考手册》章节。

16.2 I²C 寄存器

I2CxCON 和 I2CxSTAT 分别是控制寄存器和状态寄存器。I2CxCON 寄存器是可读写的。I2CxSTAT 的低 6 位是只读的，它的其余位是可读写的：

- I2CxRSR 是用于将数据从内部移动到模块的移位寄存器，用户应用程序无权访问它。
- I2CxRCV 是接收缓冲寄存器，可写入、读出数据字节。
- I2CxTRN 是发送寄存器，发送操作期间，字节将会写入 I2CxTRN。
- I2CxADD 寄存器存放从地址。
- 状态位 ADD10 表明是否为 10 位地址模式。
- I2CxBRG 用来保存波特率发生器（Baud Rate Generation，BRG）的重载值。

在进行接收时，I2CxRSR 和 I2CxRCV 一起形成双重缓冲接收器。当 I2CxRSR 接收到一个完整的字节后，字节被送至 I2CxRCV 并产生中断脉冲。

图 16-1: I²C™ 框图 (x = 1)

寄存器 16-1: I2CxCON: I2Cx 控制寄存器

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-1 HC	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
I2CEN	—	I2CSIDL	SCLREL	IPMIEN	A10M	DISSLW	SMEN
bit 15							bit 8
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0 HC	R/W-0 HC	R/W-0 HC	R/W-0 HC	R/W-0 HC
GCEN	STREN	ACKDT	ACKEN	RCEN	PEN	RSEN	SEN
bit 7							bit 0

图注:	U = 未实现位, 读为 0		
R = 可读位	W = 可写位	HS = 用硬件置 1	HC = 用硬件清零
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15	I2CEN: I2Cx 使能位 1 = 使能 I2Cx 模块, 并将 SDAx 和 SCLx 引脚配置为串口引脚 0 = 禁止 I2Cx 模块。所有 I ² C™ 引脚由端口功能控制。
bit 14	未实现: 读为 0
bit 13	I2CSIDL: 空闲模式停止位 1 = 当器件进入空闲模式时, 模块停止工作 0 = 在空闲模式下模块继续工作
bit 12	SCLREL: SCLx 释放控制位 (作为 I ² C 从器件工作时) 1 = 释放 SCLx 时钟 0 = 保持 SCLx 时钟为低电平 (时钟延长) 如果 STREN = 1: 该位可读可写 (即软件可以写入 0 来启动时钟延长或写入 1 来释放时钟)。在从器件发送开始时由硬件清零。在从器件接收结束时由硬件清零。 如果 STREN = 0: 该位可读且可被置 1 (即软件只能写入 1 来释放时钟)。在从器件发送开始时由硬件清零。
bit 11	IPMIEN: 智能外设管理接口 (IPMI) 使能位 1 = 使能 IPMI 模式; 应答所有地址 0 = 禁止 IPMI 模式
bit 10	A10M: 10 位从器件地址位 1 = I2CxADD 为 10 位从器件地址 0 = I2CxADD 为 7 位从器件地址
bit 9	DISSLW: 禁止斜率控制位 1 = 禁止斜率控制 0 = 使能斜率控制
bit 8	SMEN: SMBus 输入电平位 1 = 使能符合 SMBus 规范的 I/O 引脚门限值 0 = 禁止 SMBus 输入门限值
bit 7	GCEN: 广播呼叫使能位 (作为 I ² C 从器件工作时) 1 = 允许在 I2CxRSR 接收到广播呼叫地址时产生中断 (已使能模块接收) 0 = 禁止广播呼叫地址
bit 6	STREN: SCLx 时钟延长使能位 (作为 I ² C 从器件工作时) 与 SCLREL 位配合使用。 1 = 使能软件或接收时钟延长 0 = 禁止软件或接收时钟延长

寄存器 16-1: I2CxCON: I2Cx 控制寄存器 (续)

- bit 5 **ACKDT:** 应答数据位 (作为 I²C 主器件工作时, 适用于主器件接收过程)
当软件启动应答序列时将发送的值。
1 = 在应答时发送 NACK
0 = 在应答时发送 ACK
- bit 4 **ACKEN:** 应答序列使能位 (作为 I²C 主器件工作时, 适用于主器件接收过程)
1 = 在 SDAx 和 SCLx 引脚上发出应答序列, 并发送 ACKDT 数据位。在主器件应答序列结束时由硬件清零。
0 = 应答序列不在进行中
- bit 3 **RCEN:** 接收使能位 (作为 I²C 主器件工作时)
1 = 使能 I²C 接收模式。在主器件接收完数据字节的第 8 位时由硬件清零。
0 = 接收序列不在进行中
- bit 2 **PEN:** 停止条件使能位 (作为 I²C 主器件工作时)
1 = 在 SDAx 和 SCLx 引脚上发出停止条件。在主器件停止序列结束时由硬件清零。
0 = 停止条件不在进行中
- bit 1 **RSEN:** 重复启动条件使能位 (作为 I²C 主器件工作时)
1 = 在 SDAx 和 SCLx 引脚上发出重复启动条件。在主器件重复启动序列结束时由硬件清零。
0 = 重复启动条件不在进行中
- bit 0 **SEN:** 启动条件使能位 (作为 I²C 主器件工作时)
1 = 在 SDAx 和 SCLx 引脚上发出启动条件。在主器件启动序列结束时由硬件清零。
0 = 启动条件不在进行中

寄存器 16-2: I2CxSTAT: I2Cx 状态寄存器

R-0 HSC	R-0 HSC	U-0	U-0	U-0	R/C-0 HS	R-0 HSC	R-0 HSC
ACKSTAT	TRSTAT	—	—	—	BCL	GCSTAT	ADD10
bit 15						bit 8	

R/C-0 HS	R/C-0 HS	R-0 HSC	R/C-0 HSC	R/C-0 HSC	R-0 HSC	R-0 HSC	R-0 HSC
IWCOL	I2COV	D_A	P	S	R_W	RBF	TBF
bit 7						bit 0	

图注:	U = 未实现位, 读为 0		
R = 可读位	W = 可写位	HS = 用硬件置 1	HSC = 用硬件置 1/ 清零
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15 **ACKSTAT:** 应答状态位 (作为 I²C™ 主器件工作时, 适用于主器件发送操作)
 1 = 接收到来自从器件的 NACK
 0 = 接收到来自从器件的 ACK
 在从器件应答结束时由硬件置 1 或清零。
- bit 14 **TRSTAT:** 发送状态位 (作为 I²C 主器件工作时, 适用于主器件发送操作)
 1 = 主器件正在进行发送 (8 位 + ACK)
 0 = 主器件不在进行发送
 在主器件发送开始时由硬件置 1。在从器件应答结束时由硬件清零。
- bit 13-11 **未实现:** 读为 0
- bit 10 **BCL:** 主器件总线冲突检测位
 1 = 主器件工作期间检测到了总线冲突
 0 = 未发生冲突
 检测到总线冲突时由硬件置 1。
- bit 9 **GCSTAT:** 广播呼叫状态位
 1 = 接收到广播呼叫地址
 0 = 未接收到广播呼叫地址
 当地址与广播呼叫地址匹配时由硬件置 1。当检测到停止条件时由硬件清零。
- bit 8 **ADD10:** 10 位地址状态位
 1 = 10 位地址匹配
 0 = 10 位地址不匹配
 当与匹配的 10 位地址的第 2 个字节匹配时由硬件置 1。当检测到停止条件时由硬件清零。
- bit 7 **IWCOL:** 写冲突检测位
 1 = 因为 I²C 模块忙, 尝试写 I2CxTRN 寄存器失败
 0 = 未发生冲突
 当总线忙时写 I2CxTRN 会使硬件将该位置 1 (由软件清零)。
- bit 6 **I2COV:** 接收溢出标志位
 1 = 当 I2CxRCV 寄存器仍然保存原先的字节时接收到了新字节
 0 = 未溢出
 尝试将数据从 I2CxRSR 传输到 I2CxRCV 时由硬件置 1 (由软件清零)。
- bit 5 **D_A:** 数据 / 地址位 (作为 I²C 从器件工作时)
 1 = 表示上次接收的字节为数据
 0 = 表示上次接收的字节为器件地址
 器件地址匹配时由硬件清零。在作为从器件接收到数据字节时由硬件置 1。
- bit 4 **P:** 停止位
 1 = 表示上一次检测到停止位
 0 = 上一次未检测到停止位
 当检测到启动、重复启动或停止条件时由硬件置 1 或清零。

寄存器 16-2: I2CxSTAT: I2Cx 状态寄存器 (续)

- bit 3 **S:** 启动位
1 = 表示上一次检测到启动 (或重复启动) 位
0 = 上一次未检测到启动位
当检测到启动、重复启动或停止条件时由硬件置 1 或清零。
- bit 2 **R_W:** 读 / 写信息位 (作为 I²C 从器件工作时)
1 = 读——表示数据传输自从器件输出
0 = 写——表示数据传输输入到从器件
接收到 I²C 器件地址字节后由硬件置 1 或清零。
- bit 1 **RBF:** 接收缓冲器满状态位
1 = 接收完成, I2CxRCV 为满
0 = 接收未完成, I2CxRCV 为空
用接收到的字节写 I2CxRCV 时由硬件置 1。用软件读 I2CxRCV 时由硬件清零。
- bit 0 **TBF:** 发送缓冲器满状态位
1 = 发送正在进行中, I2CxTRN 为满
0 = 发送完成, I2CxTRN 为空
用软件写 I2CxTRN 时由硬件置 1。数据发送完成时由硬件清零。

寄存器 16-3: I2CxMSK: I2Cx 从模式地址掩码寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	—	AMSK9	AMSK8
bit 15						bit 8	

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
AMSK7	AMSK6	AMSK5	AMSK4	AMSK3	AMSK2	AMSK1	AMSK0
bit 7						bit 0	

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-10 未实现: 读为 0

bit 9-0 **AMSKx**: 地址位 x 的掩码选择位

1 = 使能输入报文的地址中 bit x 的掩码; 在此位置上不需要位匹配

0 = 禁止 bit x 的掩码; 在此位置上需要位匹配

注:

17.0 通用异步收发器 (UART)

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 17 章 UART” (DS70188A_CN)，该文档也能从 Microchip 网站 (www.microchip.com) 下载。

通用异步收发器 (Universal Asynchronous Receiver Transmitter, UART) 模块是 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件系列提供的串行 I/O 模块之一。UART 是可以与外设 (例如个人电脑、LIN、RS-232 和 RS-485 接口) 通信的全双工异步系统。模块还通过 UxCTS 和 UxRTS 引脚支持硬件流控制选项，其中还包括 IrDA² 编码器和解码器。

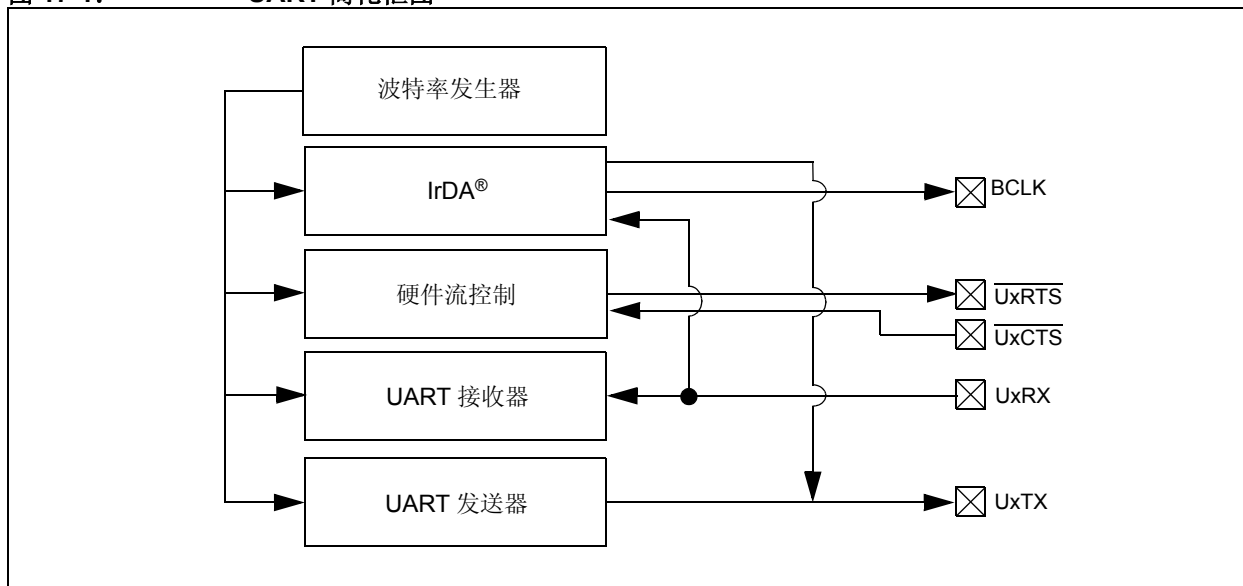
UART 模块的主要特性有：

- 通过 UxTX 和 UxRX 引脚进行全双工 8 位或 9 位数据传输
- 偶校验、奇校验或无奇偶校验选项 (对于 8 位数据)
- 一个或两个停止位
- 通过 UxCTS 和 UxRTS 引脚支持硬件流控制选项
- 完全集成的波特率发生器，具有 16 位预分频器
- 当器件工作在 16 MIPS 时，波特率范围从 1 Mbps 到 15 Mbps
- 4 级深度先进先出 (First-In-First-Out, FIFO) 发送数据缓冲器
- 4 级深度 FIFO 接收数据缓冲器
- 奇偶校验、帧和缓冲器溢出错误检测
- 支持带地址检测的 9 位模式 (第 9 位 = 1)
- 发送和接收中断
- 所有 UART 错误条件下可分别产生中断
- 用于诊断支持的环回模式
- 支持同步和间隔字符
- 支持自动波特率检测
- IrDA 编码器和解码器逻辑
- 用于 IrDA 支持的 16 倍频波特率时钟输出

图 17-1 给出了 UART 模块的简化框图。UART 模块由以下至关重要的硬件组件组成：

- 波特率发生器
- 异步发送器
- 异步接收器

图 17-1: UART 简化框图



注 1： UART1 和 UART2 都能触发 DMA 数据传输。

2： 如果需要 DMA 传输，必须将 UART 发送 / 接收 FIFO 缓冲器的大小设置为 1 字节 / 字 (即 UTXISEL<1:0> = 00 且 URXISEL<1:0> = 00)。

寄存器 17-1: UxMODE: UARTx 模式寄存器

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
UARTEN	—	USIDL	IREN ⁽¹⁾	RTSMD	—	UEN<1:0>	
bit 15							bit 8

R/W-0 HC		R/W-0		R/W-0 HC		R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0	
WAKE		LPBACK		ABAUD		URXINV		BRGH		PDSEL<1:0>				STSEL	
bit 7														bit 0	

图注:	HC = 用硬件清零		
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15	UARTEN: UARTx 使能位 1 = 使能 UARTx; UARTx 根据 UEN<1:0> 的定义控制所有 UARTx 引脚 0 = 禁止 UARTx; 由端口锁存器控制所有 UARTx 引脚; UARTx 的功耗最小
bit 14	未实现: 读为 0
bit 13	USIDL: 空闲模式停止位 1 = 当器件进入空闲模式时, 模块停止工作 0 = 在空闲模式下模块继续工作
bit 12	IREN: IrDA 编码器和解码器使能位 ⁽¹⁾ 1 = 使能 IrDA 编码器和解码器 0 = 禁止 IrDA 编码器和解码器
bit 11	RTSMD: UxRTS 引脚模式选择位 1 = UxRTS 引脚处于单工模式 0 = UxRTS 引脚处于流控制模式
bit 10	未实现: 读为 0
bit 9-8	UEN<1:0>: UARTx 使能位 11 = 使能并使用 UxTX、UxRX 和 BCLK 引脚; UxCTS 引脚由端口锁存器控制 10 = 使能并使用 UxTX、UxRX、UxCTS 和 UxRTS 引脚 01 = 使能并使用 UxTX、UxRX 和 UxRTS 引脚; UxCTS 引脚由端口锁存器控制 00 = 使能并使用 UxTX 和 UxRX 引脚; UxCTS 和 UxRTS/BCLK 引脚由端口锁存器控制
bit 7	WAKE: 在休眠模式下检测到启动位唤醒使能位 1 = UARTx 将继续采样 UxRX 引脚; 在出现下降沿时产生中断; 在出现上升沿时由硬件清零该位 0 = 禁止唤醒
bit 6	LPBACK: UARTx 环回模式选择位 1 = 使能环回模式 0 = 禁止环回模式
bit 5	ABAUD: 自动波特率使能位 1 = 使能对下一个字符的波特率测量——需要在接收其他数据前接收同步字段 (55h); 完成时由硬件清零 0 = 禁止波特率检测或检测已完成
bit 4	URXINV: 接收极性翻转位 1 = UxRX 的空闲状态为 0 0 = UxRX 的空闲状态为 1

注 1: 此功能只能在 16 倍频 BRG 模式 (BRGH = 0) 下使用。

寄存器 17-1: UxMODE: UARTx 模式寄存器 (续)

bit 3	BRGH: 高波特率使能位 1 = BRG 在每个位周期内产生 4 个时钟信号 (4 倍频波特率时钟, 高速模式) 0 = BRG 在每个位周期内产生 16 个时钟信号 (16 倍频波特率时钟, 标准模式)
bit 2-1	PDSEL<1:0>: 奇偶校验和数据选择位 11 = 9 位数据, 无奇偶校验 10 = 8 位数据, 奇校验 01 = 8 位数据, 偶校验 00 = 8 位数据, 无奇偶校验
bit 0	STSEL: 停止位选择位 1 = 2 个停止位 0 = 1 个停止位

注 1: 此功能只能在 16 倍频 BRG 模式 (BRGH = 0) 下使用。

寄存器 17-2: UxSTA: UARTx 状态和控制寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0 HC	R/W-0	R-0	R-1
UTXISEL1	UTXINV	UTXISEL0	—	UTXBRK	UTXEN	UTXBF	TRMT
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-1	R-0	R-0	R/C-0	R-0
URXISEL<1:0>		ADDEN	RIDLE	PERR	FERR	OERR	URXDA
bit 7							bit 0

图注:	HC = 用硬件清零		
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15,13 **UTXISEL<1:0>**: 发送中断模式选择位
 11 = 保留; 不要使用
 10 = 当一个字符被传输到发送移位寄存器导致发送缓冲器为空时, 产生中断
 01 = 当最后一个字符被移出发送移位寄存器; 所有发送操作执行完毕时产生中断
 00 = 当一个字符被传输到发送移位寄存器 (这意味着发送缓冲器中至少还有一个字符) 时产生中断
- bit 14 **UTXINV**: 编码器发送极性翻转位
 1 = UxTX 空闲状态为 1
 0 = UxTX 空闲状态为 0
- bit 12 **未实现**: 读为 0
- bit 11 **UTXBRK**: 发送间隔位
 1 = 在下次发送时发出同步间隔字符——启动位, 后跟 12 个 0 位, 然后是停止位; 完成时由硬件清零
 0 = 禁止或已完成同步间隔字符的发送
- bit 10 **UTXEN**: 发送使能位
 1 = 使能发送, UARTx 控制 UxTX 引脚
 0 = 禁止发送, 中止所有等待的发送, 缓冲器复位。由端口控制 UxTX 引脚。
- bit 9 **UTXBF**: 发送缓冲器满状态位 (只读)
 1 = 发送缓冲器满
 0 = 发送缓冲器未满, 至少还可写入一个或多个字符
- bit 8 **TRMT**: 发送移位寄存器空位 (只读)
 1 = 发送移位寄存器为空, 同时发送缓冲器为空 (上一次发送已完成)
 0 = 发送移位寄存器非空, 发送在进行中或在发送缓冲器中排队
- bit 7-6 **URXISEL<1:0>**: 接收中断模式选择位
 11 = 当 UxRSR 传输使接收缓冲器为满时 (即, 有 4 个数据字符), 中断标志位置 1
 10 = 当 UxRSR 传输使接收缓冲器 3/4 满时 (即, 有 3 个数据字符), 中断标志位置 1
 0x = 当接收到一个字符时, 中断标志位置 1; 且 UxRSR 的内容被传输给接收缓冲器。接收缓冲器有一个或多个字符。
- bit 5 **ADDEN**: 地址字符检测位 (接收数据的第 8 位 = 1)
 1 = 使能地址检测模式。如果没有选择 9 位模式, 这个控制位将无效。
 0 = 禁止地址检测模式
- bit 4 **RIDLE**: 接收器空闲位 (只读)
 1 = 接收器空闲
 0 = 接收器工作

寄存器 17-2: UxSTA: UARTx 状态和控制寄存器 (续)

- bit 3 **PERR:** 奇偶校验错误状态位 (只读)
1 = 检测到当前字符 (在接收 FIFO 顶部的字符) 的奇偶校验错误
0 = 未检测到奇偶校验错误
- bit 2 **FERR:** 帧错误状态位 (只读)
1 = 检测到当前字符 (在接收 FIFO 顶部的字符) 的帧错误
0 = 未检测到帧错误
- bit 1 **OERR:** 接收缓冲器溢出错误状态位 (只读 / 清零)
1 = 接收缓冲器已溢出
0 = 接收缓冲器未溢出。清零原来置1的OERR位(1 → 0的跳变)将使接收缓冲器复位并使UxRSR为空。
- bit 0 **URXDA:** 接收缓冲器中是否有数据位 (只读)
1 = 接收缓冲器中有数据, 有至少一个或多个字符可被读取
0 = 接收缓冲器为空

注:

18.0 增强型 CAN (ECAN™) 模块

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 21 章 增强型控制器局域网 (ECAN™)” (DS70185A_CN)，该文档也能从 Microchip 网站 (www.microchip.com) 下载。

18.1 概述

增强型控制器局域网 (Enhanced Controller Area Network, ECAN) 模块是一个串行接口，用于同其他 CAN 模块或单片机器件进行通信。此接口 / 协议是针对允许在噪声环境下通信而设计的。dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件最多带有 2 个 ECAN 模块。

ECAN 模块是一个通信控制器，实现了 BOSCH CAN 规范中定义的 CAN 2.0 A/B 协议。该模块支持 CAN 1.2、CAN 2.0A、CAN 2.0B Passive 和 CAN 2.0B Active 版本的协议。该模块实现了一种完整的 CAN 系统。但是本数据手册不讨论 CAN 规范。更多详细信息，读者可参见 BOSCH CAN 规范。

该模块具有以下特性：

- 实现了 CAN 协议 CAN 1.2、CAN 2.0A 和 CAN 2.0B
- 支持标准和扩展数据帧
- 0-8 字节数据长度
- 高达 1 Mb/s 的可编程比特率
- 自动响应远程发送请求
- 最多 8 个发送缓冲器，可由应用程序指定优先级和中止功能（每个缓冲器最多包含 8 个字节的数据）
- 最多 32 个接收缓冲器（每个缓冲器最多包含 8 个字节的数据）
- 最多 16 个完全（标准 / 扩展标识符）的接收过滤器
- 3 个完全接收过滤屏蔽寄存器
- 支持 DeviceNet™ 寻址
- 集成了低通滤波器的可编程唤醒功能
- 支持自检操作的可编程环回模式
- 通过中断功能在出现所有的 CAN 接收器和发送器错误条件时发出信号
- 可编程时钟源

- 与输入捕捉模块的可编程连接（CAN1 的 IC2），以进行时间标记和网络同步
- 低功耗休眠和空闲模式

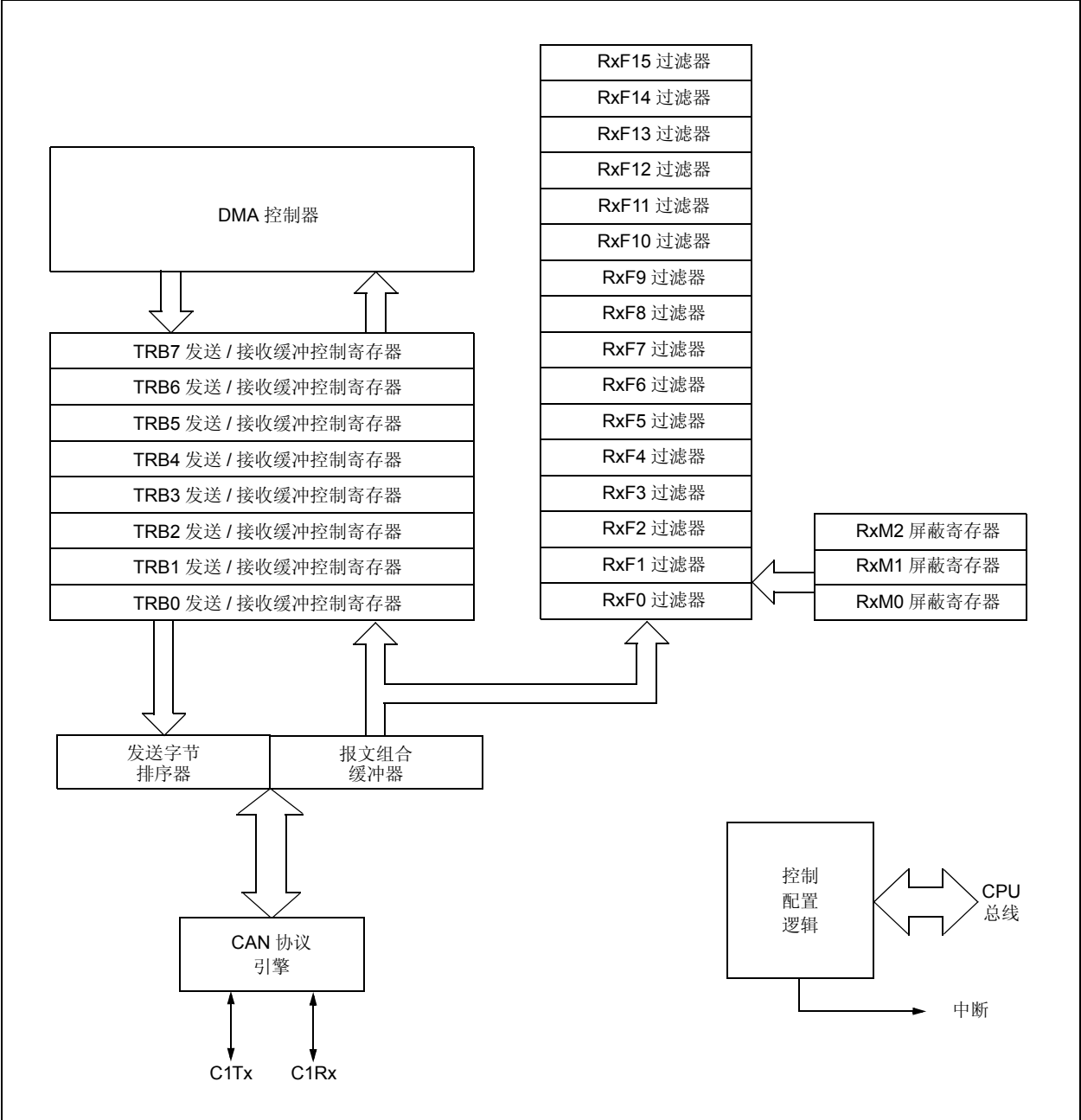
CAN 总线模块由协议引擎与报文缓冲 / 控制模块组成。CAN 协议引擎处理在 CAN 总线上接收和发送报文的所有功能。通过首先装载相应的数据寄存器发送报文。通过读取相应的寄存器可以检测状态和错误。将对在 CAN 总线上检测到的任何报文进行错误检测，并随后将其与过滤器进行比较以判断是否要将其接收并存储到接收寄存器之一中。

18.2 帧类型

ECAN 模块支持包括数据报文或由用户发出的远程发送请求在内的各种类型的帧，以及自动产生用于控制的其他帧。支持下列帧类型：

- **标准数据帧：**
当节点要发送数据时会产生一个标准数据帧。它包含一个 11 位的标准标识符（Standard Identifier, SID），而不是 18 位的扩展标识符（Extended Identifier, EID）。
- **扩展数据帧：**
扩展数据帧与标准数据帧相似，但包含一个扩展标识符。
- **远程帧：**
也可能发生目标节点向源节点请求发送数据的情况。要做到这一点，目标节点必须发送一个其标识符与所需的数据帧匹配的远程帧。随后相应的数据源节点会发送一个数据帧作为对这个远程请求的响应。
- **错误帧：**
错误帧是由检测到总线错误的任一节点产生的。错误帧包含 2 个字段：错误标志字段和错误界定符字段。
- **过载帧：**
节点在两种条件下会产生过载帧：第一，节点在帧间间隔内检测到一个显性位，这是一种非法的情况。第二，由于内部原因，节点尚无法开始接收下一条报文。节点最多可产生 2 个连续过载帧来延迟下一条报文的接收。
- **帧间间隔：**
帧间间隔将前一个帧（无论何种类型）与其后的数据帧或远程帧分隔开来。

图 18-1: ECAN™ 模块框图



18.3 工作模式

用户可以选择 ECAN 模块在以下几种工作模式之一工作。这些模式包括：

- 初始化模式
- 禁止模式
- 正常工作模式
- 监听模式
- 监听所有报文模式
- 环回模式

通过设置 REQOP<2:0> 位 (CiCTRL1<10:8>) 可选择所需模式。通过监视 OPMODE<2:0> 位 (CiCTRL1<7:5>) 可以确定进入的模式。通常在总线上检测到至少 11 个连续隐性位表明总线空闲时才允许改变模式，在此之前不会改变模块的工作模式和 OPMODE 位。

18.3.1 初始化模式

在初始化模式下，模块不会进行发送或接收。错误计数器被清零且中断标志位保持不变。用户应用程序可以访问在其他模式下不可访问的配置寄存器。模块会防止用户因为编程错误而意外违反 CAN 协议。当模块在线时，所有控制模块配置的寄存器都不能被修改。当进行发送的时候，不允许 ECAN 模块进入配置模式。配置模式会作为锁来保护以下寄存器：

- 所有模块的控制寄存器
- 波特率和中断配置寄存器
- 总线时序寄存器
- 标识符接收过滤寄存器
- 标识符接收屏蔽寄存器

18.3.2 禁止模式

在禁止模式下，模块不会进行发送或接收。由于总线活动，模块能够将 WAKIF 位置 1，但是，等待处理的中断将继续等待，且错误计数器的值也将保持不变。

如果 REQOP<2:0> 位 (CiCTRL1<10:8>) = 001，模块将进入模块禁止模式。如果模块处于工作状态，它将等待 CAN 总线上出现 11 个隐性位，表明总线空闲，然后才能执行模块禁止命令。当 OPMODE<2:0> 位 (CiCTRL1<7:5>) = 001 时，表明模块成功进入了模块禁止模式。当模块处于模块禁止模式时，I/O 引脚将恢复为普通 I/O 功能。

当模块或 CPU 处于休眠模式时，通过对模块进行编程可以在 CiRX 输入线中应用低通滤波器功能。由 WAKFIL 位 (CiCFG2<14>) 使能或禁止该滤波器。

注： 通常，如果允许 ECAN 模块在某种工作模式下发送，并且在 ECAN 模块进入该模式后立即被要求发送，则模块将在开始发送前等待总线上出现 11 个连续隐性位。如果用户在此 11 个隐性位期间切换到禁止模式，则发送会被中止，同时相应的 TXABT 位置 1，TXREQ 位清零。

18.3.3 正常工作模式

当 REQOP<2:0> = 000 时选择正常工作模式。在该模式下，模块被激活，I/O 引脚将承担 CAN 总线功能。模块将通过 CiTX 和 CiRX 引脚发送和接收 CAN 总线报文。

18.3.4 监听模式

如果激活监听模式，则 CAN 总线上的模块处于被动状态。发送缓冲器恢复为端口 I/O 功能。接收引脚保持在输入状态。对于接收器，不发出错误标志或应答信号。该状态下，错误计数器不再工作。监听模式可用来检测 CAN 总线上的波特率。要使用它，必须有 2 个以上可以互相通信的节点。

18.3.5 监听所有报文模式

该模块能够设置为忽略所有错误并接收所有报文。通过将 REQOP<2:0> 设置为 111 可激活监听所有报文模式。在该模式下，报文组合缓冲器中的数据将被复制到接收缓冲器并可通过 CPU 接口读取，直到出现错误。

18.3.6 环回模式

如果环回模式被激活，模块将在模块边界，把内部发送信号连接到内部接收信号。发送和接收引脚将恢复为端口 I/O 功能。

寄存器 18-1: CiCTRL1: ECAN™ 控制寄存器 1

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
—	—	CSIDL	ABAT	CANCKS	REQOP<2:0>		
bit 15							bit 8

R-1	R-0	R-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0
OPMODE<2:0>			—	CANCAP	—	—	WIN
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 15-14 未实现: 读为 0
- bit 13 **CSIDL**: 空闲模式停止位
1 = 当器件进入空闲模式时, 模块停止工作
0 = 在空闲模式下模块继续工作
- bit 12 **ABAT**: 中止所有等待处理的发送位
1 = 通知所有发送缓冲器中止发送
0 = 模块将在所有发送中止时清零该位
- bit 11 **CANCKS**: CAN 主器件时钟选择位
1 = CAN F_{CAN} 时钟为 F_{CY}
0 = CAN F_{CAN} 时钟为 F_{OSC}
- bit 10-8 **REQOP<2:0>**: 请求工作模式位
000 = 设置正常工作模式
001 = 设置禁止模式
010 = 设置环回模式
011 = 设置监听模式
100 = 设置配置模式
101 = 保留
110 = 保留
111 = 设置监听所有报文模式
- bit 7-5 **OPMODE<2:0>**: 工作模式位
000 = 模块工作在正常工作模式下
001 = 模块工作在禁止模式下
010 = 模块工作在环回模式下
011 = 模块工作在监听模式下
100 = 模块工作在配置模式下
101 = 保留
110 = 保留
111 = 模块工作在监听所有报文模式下
- bit 4 未实现: 读为 0
- bit 3 **CANCAP**: CAN 报文接收定时器捕捉事件使能位
1 = 使能基于 CAN 报文接收的输入捕捉
0 = 禁止 CAN 捕捉
- bit 2-1 未实现: 读为 0
- bit 0 **WIN**: SFR 映射窗口选择位
1 = 使用过滤器窗口
0 = 使用缓冲器窗口

寄存器 18-3: CIVEC: ECAN™ 中断编码寄存器

U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	—	—	FILHIT<4:0>				
bit 15			bit 8				
U-0	R-1	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	ICODE<6:0>						
bit 7			bit 0				

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0
bit 12-8 **FILHIT<4:0>**: 选中滤波器的编号位
10000-11111 = 保留
01111 = 过滤器 15
.
.
.
00001 = 过滤器 1
00000 = 过滤器 0
bit 7 未实现: 读为 0
bit 6-0 **ICODE<6:0>**: 中断标志编码位
1000101-1111111 = 保留
1000100 = FIFO 几乎满中断
1000011 = 接收器溢出中断
1000010 = 唤醒中断
1000001 = 错误中断
1000000 = 无中断
.
.
.
0010000-0111111 = 保留
0001111 = RB15 缓冲器中断
.
.
.
0001001 = RB9 缓冲器中断
0001000 = RB8 缓冲器中断
0000111 = TRB7 缓冲器中断
0000110 = TRB6 缓冲器中断
0000101 = TRB5 缓冲器中断
0000100 = TRB4 缓冲器中断
0000011 = TRB3 缓冲器中断
0000010 = TRB2 缓冲器中断
0000001 = TRB1 缓冲器中断
0000000 = TRB0 缓冲器中断

寄存器 18-4: CiFCTRL: ECAN™ FIFO 控制寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
DMABS<2:0>			—	—	—	—	—
bit 15							
			bit 8				
U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	FSA<4:0>				
bit 7							
			bit 0				

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-13 **DMABS<2:0>**: DMA 缓冲器大小位

111 = 保留
110 = DMA RAM 中的 32 个缓冲器
101 = DMA RAM 中的 24 个缓冲器
100 = DMA RAM 中的 16 个缓冲器
011 = DMA RAM 中的 12 个缓冲器
010 = DMA RAM 中的 8 个缓冲器
001 = DMA RAM 中的 6 个缓冲器
000 = DMA RAM 中的 4 个缓冲器

bit 12-5 未实现: 读为 0

bit 4-0 **FSA<4:0>**: FIFO 区域从哪个缓冲器开始位

11111 = 读缓冲器 RB31
11110 = 读缓冲器 RB30
.
.
.
00001 = 发送 / 接收缓冲器 TRB1
00000 = 发送 / 接收缓冲器 TRB0

寄存器 18-5: CiFIFO: ECAN™ FIFO 状态寄存器

U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	—	FBP<5:0>					
bit 15		bit 8					
U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	—	FNRB<5:0>					
bit 7		bit 0					

图注:	C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位		
R = 可读位	W = 可写位		U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15-14 未实现: 读为 0

bit 13-8 **FBP<5:0>**: FIFO 缓冲器指针位
 011111 = RB31 缓冲器
 011110 = RB30 缓冲器
 .
 .
 .
 000001 = TRB1 缓冲器
 000000 = TRB0 缓冲器

bit 7-6 未实现: 读为 0

bit 5-0 **FNRB<5:0>**: FIFO 下一个读缓冲器指针位
 011111 = RB31 缓冲器
 011110 = RB30 缓冲器
 .
 .
 .
 000001 = TRB1 缓冲器
 000000 = TRB0 缓冲器

寄存器 18-6: CiINTF: ECAN™ 中断标志寄存器

U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	—	TXBO	TXBP	RXBP	TXWAR	RXWAR	EWARN
bit 15							bit 8

R/C-0	R/C-0	R/C-0	U-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
IVRIF	WAKIF	ERRIF	—	FIFOIF	RBOVIF	RBIF	TBIF
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 15-14 **未实现:** 读为 0
- bit 13 **TXBO:** 发送器处于错误状态总线关闭位
1 = 发送器处于总线关闭状态
0 = 发送器不处于总线关闭状态
- bit 12 **TXBP:** 发送器处于错误状态总线被动位
1 = 发送器处于总线被动状态
0 = 发送器不处于总线被动状态
- bit 11 **RXBP:** 接收器处于错误状态总线被动位
1 = 接收器处于总线被动状态
0 = 接收器不处于总线被动状态
- bit 10 **TXWAR:** 发送器处于错误状态警告位
1 = 发送器处于错误警告状态
0 = 发送器不处于错误警告状态
- bit 9 **RXWAR:** 接收器处于错误状态警告位
1 = 接收器处于错误警告状态
0 = 接收器不处于错误警告状态
- bit 8 **EWARN:** 发送器或接收器处于错误状态警告位
1 = 发送器或接收器处于错误状态警告状态
0 = 发送器或接收器不处于错误状态警告状态
- bit 7 **IVRIF:** 收到无效报文中断标志位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 6 **WAKIF:** 总线唤醒活动中断标志位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 5 **ERRIF:** 错误中断标志位 (CiINTF<13:8> 寄存器中的多个中断源)
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 4 **未实现:** 读为 0
- bit 3 **FIFOIF:** FIFO 几乎满中断标志位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 2 **RBOVIF:** 接收缓冲器溢出中断标志位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 1 **RBIF:** 接收缓冲器中断标志位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求
- bit 0 **TBIF:** 发送缓冲器中断标志位
1 = 产生了中断请求
0 = 未产生中断请求

寄存器 18-7: C1INTE: ECAN™ 中断允许寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
IVRIE	WAKIE	ERRIE	—	FIFOIE	RBOVIE	RBIE	TBIE
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 15-8 未实现: 读为 0
- bit 7 **IVRIE:** 收到无效报文中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 6 **WAKIE:** 总线唤醒活动中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 5 **ERRIE:** 错误中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 4 未实现: 读为 0
- bit 3 **FIFOIE:** FIFO 几乎满中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 2 **RBOVIE:** 接收缓冲器溢出中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 1 **RBIE:** 接收缓冲器中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求
- bit 0 **TBIE:** 发送缓冲器中断允许位
1 = 允许中断请求
0 = 禁止中断请求

寄存器 18-8: CiEC: ECAN™ 发送 / 接收错误计数寄存器

R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TERRCNT<7:0>							
bit 15				bit 8			
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
RERRCNT<7:0>							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

-n = POR 时的值

C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位

W = 可写位

1 = 置 1

U = 未实现位, 读为 0

0 = 清零

x = 未知

bit 15-8 TERRCNT<7:0>: 发送错误计数位

bit 7-0 RERRCNT<7:0>: 接收错误计数位

寄存器 18-9: CiCFG1: ECAN™ 波特率配置寄存器 1

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15				bit 8			
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
SJW<1:0>		BRP<5:0>					
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

-n = POR 时的值

W = 可写位

1 = 置 1

U = 未实现位, 读为 0

0 = 清零

x = 未知

bit 15-8 未实现: 读为 0

bit 7-6 SJW<1:0>: 同步跳转宽度位

11 = 长度为 4 x T_Q10 = 长度为 3 x T_Q01 = 长度为 2 x T_Q00 = 长度为 1 x T_Q

bit 5-0 BRP<5:0>: 波特率预分频比位

11 1111 = T_Q = 2 x 64 x 1/FCAN

•

•

•

00 0010 = T_Q = 2 x 3 x 1/FCAN00 0001 = T_Q = 2 x 2 x 1/FCAN00 0000 = T_Q = 2 x 1 x 1/FCAN

寄存器 18-10: CiCFG2: ECAN™ 波特率配置寄存器 2

U-0	R/W-x	U-0	U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	WAKFIL	—	—	—	SEG2PH<2:0>		
bit 15						bit 8	

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
SEG2PHTS	SAM	SEG1PH<2:0>			PRSEG<2:0>		
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0

bit 14 **WAKFIL:** 选择是否使用 CAN 总线过滤器唤醒的位

1 = 使用 CAN 总线过滤器唤醒

0 = 不使用 CAN 总线过滤器唤醒

bit 13-11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **SEG2PH<2:0>:** 相位缓冲段 2 位111 = 长度为 8 x T_Q

•

•

•

000 = 长度为 1 x T_Qbit 7 **SEG2PHTS:** 相位缓冲段 2 时间选择位

1 = 可自由编程

0 = SEG1PH 位的最大值或信息处理时间 (Information Processing Time, IPT) 中的较大者

bit 6 **SAM:** CAN 总线采样位

1 = 总线在采样点被采样三次

0 = 总线在采样点被采样一次

bit 5-3 **SEG1PH<2:0>:** 相位缓冲段 1 位111 = 长度为 8 x T_Q

•

•

•

000 = 长度为 1 x T_Qbit 2-0 **PRSEG<2:0>:** 传播时间段位111 = 长度为 8 x T_Q

•

•

•

000 = 长度为 1 x T_Q

寄存器 18-11: CiFEN1: ECAN™ 接收过滤器使能寄存器

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
FLTEN15	FLTEN14	FLTEN13	FLTEN12	FLTEN11	FLTEN10	FLTEN9	FLTEN8
bit 15							bit 8

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
FLTEN7	FLTEN6	FLTEN5	FLTEN4	FLTEN3	FLTEN2	FLTEN1	FLTEN0
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-0 **FLTENN:** 使能过滤器 n 接收报文位
1 = 使能过滤器 n
0 = 禁止过滤器 n

寄存器 18-12: CiBUFPNT1: ECAN™ 过滤器 0-3 缓冲器指针寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F3BP<3:0>				F2BP<3:0>			
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F1BP<3:0>				F0BP<3:0>			
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-12 **F3BP<3:0>:** 过滤器 3 的接收缓冲器屏蔽寄存器
1111 = 满足过滤条件的数据被接收到接收 FIFO 缓冲器中
1110 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 14 中
.
.
.
0001 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 1 中
0000 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 0 中

bit 11-8 **F2BP<3:0>:** 过滤器 2 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)

bit 7-4 **F1BP<3:0>:** 过滤器 1 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)

bit 3-0 **F0BP<3:0>:** 过滤器 0 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)

寄存器 18-13: CiBUFPNT2: ECAN™ 过滤器 4-7 缓冲器指针寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F7BP<3:0>				F6BP<3:0>			
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F5BP<3:0>				F4BP<3:0>			
bit 7				bit 0			

图注:	C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位		
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15-12 **F7BP<3:0>**: 过滤器 7 的接收缓冲器屏蔽寄存器
 1111 = 满足过滤条件的数据被接收到接收 FIFO 缓冲器中
 1110 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 14 中
 .
 .
 .
 0001 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 1 中
 0000 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 0 中
- bit 11-8 **F6BP<3:0>**: 过滤器 6 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)
- bit 7-4 **F5BP<3:0>**: 过滤器 5 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)
- bit 3-0 **F4BP<3:0>**: 过滤器 4 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)

寄存器 18-14: CiBUFPNT3: ECAN™ 过滤器 8-11 缓冲器指针寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F11BP<3:0>				F10BP<3:0>			
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F9BP<3:0>				F8BP<3:0>			
bit 7				bit 0			

图注:	C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位		
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15-12 **F11BP<3:0>**: 过滤器 11 的接收缓冲器屏蔽寄存器
 1111 = 满足过滤条件的数据被接收到接收 FIFO 缓冲器中
 1110 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 14 中
 .
 .
 .
 0001 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 1 中
 0000 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 0 中
- bit 11-8 **F10BP<3:0>**: 过滤器 10 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)
- bit 7-4 **F9BP<3:0>**: 过滤器 9 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)
- bit 3-0 **F8BP<3:0>**: 过滤器 8 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)

寄存器 18-15: CiBUFPNT4: ECAN™ 过滤器 12-15 缓冲器指针寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F15BP<3:0>				F14BP<3:0>			
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F13BP<3:0>				F12BP<3:0>			
bit 7				bit 0			

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 15-12 **F15BP<3:0>**: 过滤器 15 的接收缓冲器屏蔽寄存器
1111 = 满足过滤条件的数据被接收到接收 FIFO 缓冲器中
1110 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 14 中
.
.
.
0001 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 1 中
0000 = 满足过滤条件的数据被接收到接收缓冲器 0 中
- bit 11-8 **F14BP<3:0>**: 过滤器 14 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)
bit 7-4 **F13BP<3:0>**: 过滤器 13 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)
bit 3-0 **F12BP<3:0>**: 过滤器 12 的接收缓冲器屏蔽寄存器 (与 bit 15-12 的值相同)

寄存器 18-16: CiRxFnSID: ECAN™ 接收过滤器 n 标准标识符寄存器 (n = 0-15)

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
SID10	SID9	SID8	SID7	SID6	SID5	SID4	SID3
bit 15							bit 8

R/W-x	R/W-x	R/W-x	U-0	R/W-x	U-0	R/W-x	R/W-x
SID2	SID1	SID0	—	EXIDE	—	EID17	EID16
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 15-5 **SID<10:0>**: 标准标识符位
1 = 报文地址位 SIDx 必须为 1 才能与过滤器匹配
0 = 报文地址位 SIDx 必须为 0 才能与过滤器匹配
- bit 4 **未实现**: 读为 0
- bit 3 **EXIDE**: 扩展标识符使能位
如果 MIDE = 1:
1 = 只与带有扩展标识符地址的报文匹配
0 = 只与带有标准标识符地址的报文匹配
如果 MIDE = 0:
忽略 EXIDE 位。
- bit 2 **未实现**: 读为 0
- bit 1-0 **EID<17:16>**: 扩展标识符位
1 = 报文地址位 EIDx 必须为 1 才能与过滤器匹配
0 = 报文地址位 EIDx 必须为 0 才能与过滤器匹配

寄存器 18-17: CiRXFnEID: ECAN™ 接收过滤器 n 扩展标识符寄存器 (n = 0-15)

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
EID15	EID14	EID13	EID12	EID11	EID10	EID9	EID8
bit 15						bit 8	

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
EID7	EID6	EID5	EID4	EID3	EID2	EID1	EID0
bit 7						bit 0	

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-0 **EID<15:0>:** 扩展标识符位
1 = 报文地址位 EIDx 必须为 1 才能与过滤器匹配
0 = 报文地址位 EIDx 必须为 0 才能与过滤器匹配

寄存器 18-18: CiFMSKSEL1: ECAN™ 过滤器 7-0 屏蔽选择寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F7MSK<1:0>		F6MSK<1:0>		F5MSK<1:0>		F4MSK<1:0>	
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F3MSK<1:0>		F2MSK<1:0>		F1MSK<1:0>		F0MSK<1:0>	
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-14 **F7MSK<1:0>:** 过滤器 7 的屏蔽源位
11 = 无屏蔽
10 = 接收屏蔽寄存器 2 包含屏蔽值
01 = 接收屏蔽寄存器 1 包含屏蔽值
00 = 接收屏蔽寄存器 0 包含屏蔽值

bit 13-12 **F6MSK<1:0>:** 过滤器 6 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)

bit 11-10 **F5MSK<1:0>:** 过滤器 5 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)

bit 9-8 **F4MSK<1:0>:** 过滤器 4 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)

bit 7-6 **F3MSK<1:0>:** 过滤器 3 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)

bit 5-4 **F2MSK<1:0>:** 过滤器 2 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)

bit 3-2 **F1MSK<1:0>:** 过滤器 1 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)

bit 1-0 **F0MSK<1:0>:** 过滤器 0 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)

寄存器 18-19: **CiFMSKSEL2: ECAN™ 过滤器 15-8 屏蔽选择寄存器**

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F15MSK<1:0>		F14MSK<1:0>		F13MSK<1:0>		F12MSK<1:0>	
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
F11MSK<1:0>		F10MSK<1:0>		F9MSK<1:0>		F8MSK<1:0>	
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 15-14 **F15MSK<1:0>**: 过滤器 15 的屏蔽源位
11 = 无屏蔽
10 = 接收屏蔽寄存器 2 包含屏蔽值
01 = 接收屏蔽寄存器 1 包含屏蔽值
00 = 接收屏蔽寄存器 0 包含屏蔽值
- bit 13-12 **F14MSK<1:0>**: 过滤器 14 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)
- bit 11-10 **F13MSK<1:0>**: 过滤器 13 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)
- bit 9-8 **F12MSK<1:0>**: 过滤器 12 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)
- bit 7-6 **F11MSK<1:0>**: 过滤器 11 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)
- bit 5-4 **F10MSK<1:0>**: 过滤器 10 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)
- bit 3-2 **F9MSK<1:0>**: 过滤器 9 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)
- bit 1-0 **F8MSK<1:0>**: 过滤器 8 的屏蔽源位 (与 bit 15-14 的值相同)

寄存器 18-20: **CiRXMnSID: ECAN™ 接收过滤器屏蔽器 n 标准标识符寄存器 (n = 0-2)**

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
SID10	SID9	SID8	SID7	SID6	SID5	SID4	SID3
bit 15						bit 8	

R/W-x	R/W-x	R/W-x	U-0	R/W-x	U-0	R/W-x	R/W-x
SID2	SID1	SID0	—	MIDE	—	EID17	EID16
bit 7						bit 0	

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-5 **SID<10:0>**: 标准标识符位
1 = 过滤器比较操作包含 SIDx 位
0 = 过滤器比较操作与 SIDx 位无关
bit 4 **未实现**: 读为 0
bit 3 **MIDE**: 标识符接收模式位
1 = 只匹配与过滤器中 EXIDE 位对应的报文类型 (标准或扩展地址)
0 = 如果过滤器匹配则与标准或扩展地址报文匹配
(即, 如果 (过滤器 SID) = (报文 SID) 或 (过滤器 SID/EID) = (报文 SID/EID))
bit 2 **未实现**: 读为 0
bit 1-0 **EID<17:16>**: 扩展标识符位
1 = 过滤器比较操作包含 EIDx 位
0 = 过滤器比较操作与 EIDx 位无关

寄存器 18-21: **CiRXMnEID: ECAN™ 接收过滤器屏蔽器 n 扩展标识符寄存器 (n = 0-2)**

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
EID15	EID14	EID13	EID12	EID11	EID10	EID9	EID8
bit 15						bit 8	

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
EID7	EID6	EID5	EID4	EID3	EID2	EID1	EID0
bit 7						bit 0	

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-0 **EID<15:0>**: 扩展标识符位
1 = 过滤器比较操作包含 EIDx 位
0 = 过滤器比较操作与 EIDx 位无关

寄存器 18-22: CiRXFUL1: ECAN™ 接收缓冲器满寄存器 1

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
RXFUL15	RXFUL14	RXFUL13	RXFUL12	RXFUL11	RXFUL10	RXFUL9	RXFUL8
bit 15							bit 8

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
RXFUL7	RXFUL6	RXFUL5	RXFUL4	RXFUL3	RXFUL2	RXFUL1	RXFUL0
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-0 **RXFUL<15:0>:** 接收缓冲器 n 满位
1 = 缓冲器为满 (由模块置 1)
0 = 缓冲器为空

寄存器 18-23: CiRXFUL2: ECAN™ 接收缓冲器满寄存器 2

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
RXFUL31	RXFUL30	RXFUL29	RXFUL28	RXFUL27	RXFUL26	RXFUL25	RXFUL24
bit 15							bit 8

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
RXFUL23	RXFUL22	RXFUL21	RXFUL20	RXFUL19	RXFUL18	RXFUL17	RXFUL16
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-0 **RXFUL<31:16>:** 接收缓冲器 n 满位
1 = 缓冲器为满 (由模块置 1)
0 = 缓冲器为空

寄存器 18-24: CiRXOVF1: ECAN™ 接收缓冲器溢出寄存器 1

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
RXOVF15	RXOVF14	RXOVF13	RXOVF12	RXOVF11	RXOVF10	RXOVF9	RXOVF8
bit 15							bit 8

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
RXOVF7	RXOVF6	RXOVF5	RXOVF4	RXOVF3	RXOVF2	RXOVF1	RXOVF0
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-0 **RXOVF<15:0>:** 接收缓冲器 n 溢出位
1 = 模块尝试对一个已满的缓冲器执行写操作 (由模块置 1)
0 = 无溢出条件

寄存器 18-25: CiRXOVF2: ECAN™ 接收缓冲器溢出寄存器 2

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
RXOVF31	RXOVF30	RXOVF29	RXOVF28	RXOVF27	RXOVF26	RXOVF25	RXOVF24
bit 15							bit 8

R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0	R/C-0
RXOVF23	RXOVF22	RXOVF21	RXOVF20	RXOVF19	RXOVF18	RXOVF17	RXOVF16
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-0 **RXOVF<31:16>:** 接收缓冲器 n 溢出位
1 = 模块尝试对一个已满的缓冲器执行写操作 (由模块置 1)
0 = 无溢出条件

寄存器 18-26: **CiTRmnCON: ECAN™ 发送 / 接收缓冲器 m 控制寄存器**
(m = 0,2,4,6 ; n = 1,3,5,7)

R/W-0	R-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TXENn	TXABTn	TXLARBn	TXERRn	TXREQn	RTRENn	TXnPRI<1:0>	
bit 15							bit 8

R/W-0	R-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TXENm	TXABTm ⁽¹⁾	TXLARBm ⁽¹⁾	TXERRm ⁽¹⁾	TXREQm	RTRENm	TXmPRI<1:0>	
bit 7							bit 0

图注: C = 可写位, 但只能写入 0 来清零该位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-8 请参见控制缓冲器 n 中 bit 7-0 的定义
bit 7 **TXENm:** 发送 / 接收缓冲器选择位
1 = 缓冲器 TRBn 是发送缓冲器
0 = 缓冲器 TRBn 是接收缓冲器
bit 6 **TXABTm:** 报文中止位 ⁽¹⁾
1 = 中止报文
0 = 成功完成报文发送
bit 5 **TXLARBm:** 报文仲裁失败位 ⁽¹⁾
1 = 报文在发送过程中仲裁失败
0 = 报文在发送过程中没有仲裁失败
bit 4 **TXERRm:** 在发送过程中检测到错误位 ⁽¹⁾
1 = 报文发送时发生总线错误
0 = 报文发送时未发生总线错误
bit 3 **TXREQm:** 报文发送请求位
1 = 请求发送报文。当报文发送成功后, 该位会自动清零。
0 = 清零该位将请求中止报文。
bit 2 **RTRENm:** 自动远程发送使能位
1 = 当接收到远程发送时, 将 TXREQ 置 1
0 = 当接收到远程发送时, TXREQ 不受影响
bit 1-0 **TXmPRI<1:0>:** 报文发送优先级位
11 = 最高报文优先级
10 = 中高报文优先级
01 = 中低报文优先级
00 = 最低报文优先级

注 1: 当 TXREQ 置 1 时将此位清零。

注: 缓冲器、SID、EID、DLC、数据字段和接收状态寄存器位于 DMA RAM 中。

18.4 ECAN 报文缓冲器

ECAN 报文缓冲器是 DMA RAM 存储器的一部分。它们不是 ECAN 特殊功能寄存器。用户应用程序必须直接写入为 ECAN 报文缓冲器配置的 DMA RAM 区。存储单元和缓冲区的大小由用户应用程序定义。

缓冲器 18-1: ECAN™ 报文缓冲器字 0

U-0	U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	—	SID10	SID9	SID8	SID7	SID6
bit 15							bit 8

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
SID5	SID4	SID3	SID2	SID1	SID0	SRR	IDE
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-13 **未实现:** 读为 0
 bit 12-2 **SID<10:0>:** 标准标识符位
 bit 1 **SRR:** 替代远程请求位
 1 = 报文将请求远程发送
 0 = 正常报文
 bit 0 **IDE:** 扩展标识符位
 1 = 报文将发送扩展标识符
 0 = 报文将发送标准标识符

缓冲器 18-2: ECAN™ 报文缓冲器字 1

U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	—	—	EID17	EID16	EID15	EID14
bit 15							bit 8

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
EID13	EID12	EID11	EID10	EID9	EID8	EID7	EID6
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15-12 **未实现:** 读为 0
 bit 11-0 **EID<17:6>:** 扩展标识符位

缓冲器 18-3: ECAN™ 报文缓冲器字 2

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
EID5	EID4	EID3	EID2	EID1	EID0	RTR	RB1
bit 15							bit 8

U-x	U-x	U-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	—	RB0	DLC3	DLC2	DLC1	DLC0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15-10 **EID<5:0>**: 扩展标识符位
- bit 9 **RTR**: 远程发送请求位
1 = 报文将请求远程发送
0 = 正常报文
- bit 8 **RB1**: 保留的 bit 1
用户必须按 CAN 协议将该位设置为 0。
- bit 7-5 **未实现**: 读为 0
- bit 4 **RB0**: 保留的 bit 0
用户必须按 CAN 协议将该位设置为 0。
- bit 3-0 **DLC<3:0>**: 数据长度编码位

缓冲器 18-4: ECAN™ 报文缓冲器字 3

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
字节 1							
bit 15							bit 8

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
字节 0							
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15-8 **字节 1<15:8>**: ECAN™ 报文字节 0
- bit 7-0 **字节 0<7:0>**: ECAN 报文字节 1

缓冲器 18-5: ECAN™ 报文缓冲器字 4

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
字节 3							
bit 15				bit 8			

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
字节 2							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-8 **字节 3<15:8>: ECAN™ 报文字节 3**bit 7-0 **字节 2<7:0>: ECAN 报文字节 2****缓冲器 18-6: ECAN™ 报文缓冲器字 5**

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
字节 5							
bit 15				bit 8			

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
字节 4							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-8 **字节 5<15:8>: ECAN™ 报文字节 5**bit 7-0 **字节 4<7:0>: ECAN 报文字节 4**

缓冲器 18-7: ECAN™ 报文缓冲器字 6

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
字节 7						
bit 15						
bit 8						

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
字节 6							
bit 7							
bit 0							

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-8 字节 7<15:8>: ECAN™ 报文字节 7

bit 7-0 字节 6<7:0>: ECAN 报文字节 6

缓冲器 18-8: ECAN™ 报文缓冲器字 7

U-0	U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	—	FILHIT<4:0> ⁽¹⁾				
bit 15			bit 8				

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 7							
bit 0							

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-8 **FILHIT<4:0>**: 选中的过滤器编码位 ⁽¹⁾
对导致写入此缓冲器的过滤器的编号进行编码。

bit 7-0 未实现: 读为 0

注 1: 模块只能针对接收缓冲器执行写操作, 不用于发送缓冲器。

19.0 数据转换器接口（DCI）模块

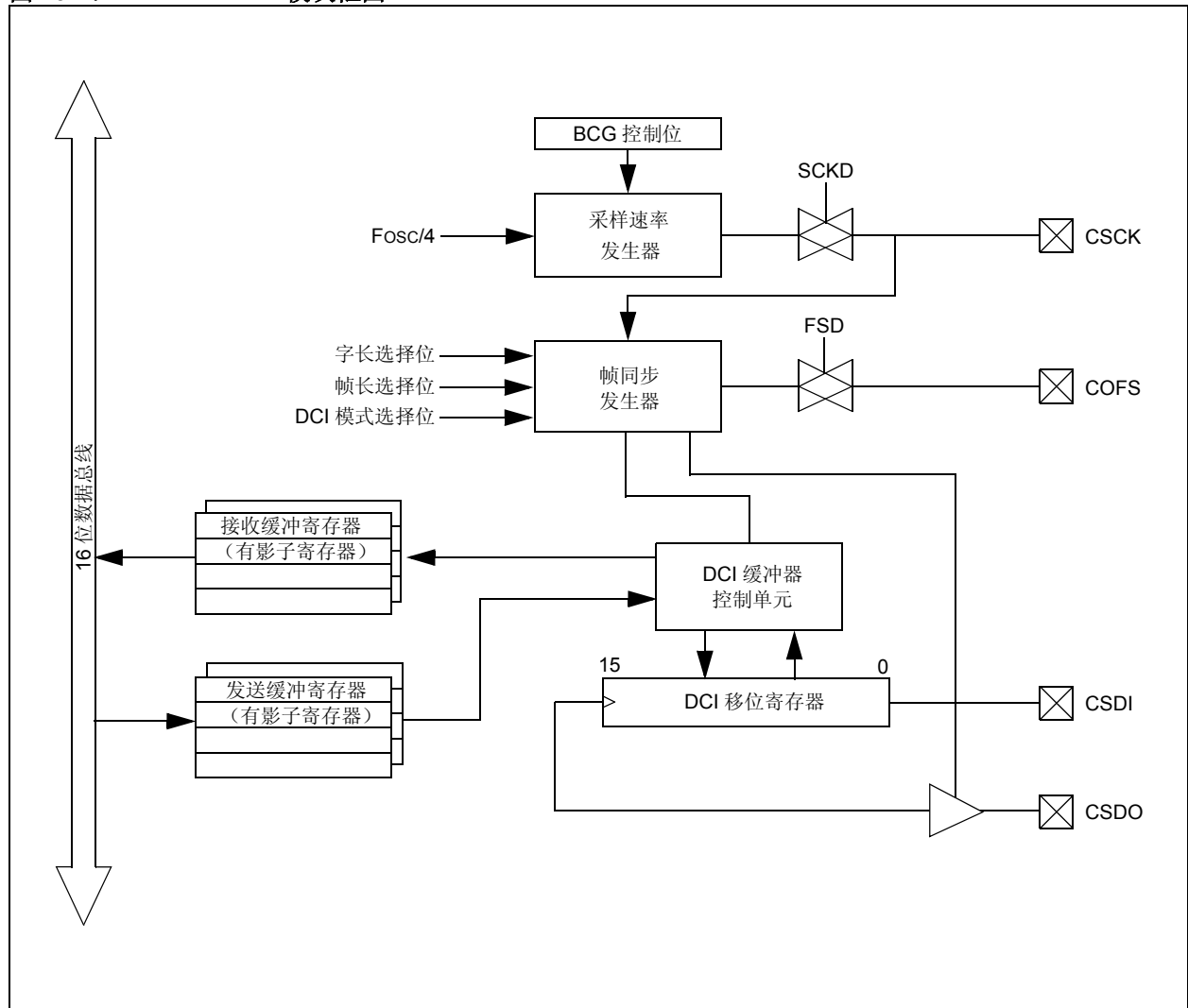
注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》中的相关章节，该文档可从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

19.1 模块简介

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 数据转换器接口（DCI）模块允许与如下器件的简单接口：音频编码器 / 解码器（Codec）、ADC 和 D/A 转换器。支持以下接口：

- 帧同步串行传输（单通道或多通道）
- Inter-IC Sound (I²S) 接口
- AC-Link 兼容模式
- DCI 模块提供下列通用特性：
- 可设置的字长度，最大为 16 位
- 支持最大 16 个时隙，帧最长为 256 位
- 为最多 4 次采样缓冲数据，无 CPU 开销

图 19-1: DCI 模块框图



寄存器 19-1: DCICON1: DCI 控制寄存器 1

R/W-0	U-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
DCIEN	—	DCISIDL	—	DLOOP	CSCKD	CSCKE	COFSD
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
UNFM	CSDOM	DJST	—	—	—	COFSM<1:0>	
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **DCIEN:** DCI 模块使能位
1 = 使能模块
0 = 禁止模块
- bit 14 **保留:** 读为 0
- bit 13 **DCISIDL:** DCI 在空闲模式停止控制位
1 = 模块在 CPU 空闲模式下将停止工作
0 = 模块在 CPU 空闲模式下将继续工作
- bit 12 **保留:** 读为 0
- bit 11 **DLOOP:** 数字环回模式控制位
1 = 使能数字环回模式, CSDI 和 CSDO 引脚在内部连接在一起
0 = 禁止数字环回模式
- bit 10 **CSCKD:** 采样时钟方向控制位
1 = 当 DCI 模块使能时, CSCK 是输入引脚
0 = 当 DCI 模块使能时, CSCK 是输出引脚
- bit 9 **CSCKE:** 采样时钟边沿控制位
1 = 在串行时钟下降沿改变数据, 在串行时钟上升沿采样数据
0 = 在串行时钟上升沿改变数据, 在串行时钟下降沿采样数据
- bit 8 **COFSD:** 帧同步方向控制位
1 = 当 DCI 模块使能时, COFS 是输入引脚
0 = 当 DCI 模块使能时, COFS 是输出引脚
- bit 7 **UNFM:** 下溢模式位
1 = 在发送下溢时, 发送最后写入发送寄存器的值
0 = 在发送下溢时, 发送 0
- bit 6 **CSDOM:** 串行数据输出模式位
1 = 当发送时隙被禁止时, CSDO 引脚为三态
0 = 当发送时隙被禁止时, CSDO 引脚驱动为 0
- bit 5 **DJST:** DCI 数据对齐控制位
1 = 在与帧同步脉冲相同的串行时钟周期内开始发送 / 接收数据
0 = 在帧同步脉冲的后一个串行时钟周期开始发送 / 接收数据
- bit 4-2 **保留:** 读为 0
- bit 1-0 **COFSM<1:0>:** 帧同步模式位
11 = 20 位 AC-Link 模式
10 = 16 位 AC-Link 模式
01 = I²S 帧同步模式
00 = 多通道帧同步模式

寄存器 19-2: DCICON2: DCI 控制寄存器 2

U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0
—	—	—	—	BLEN<1:0>			COFSG3
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
COFSG<2:0>			—	WS<3:0>			
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-12 保留: 读为 0

bit 11-10 **BLEN<1:0>**: 缓冲器长度控制位
 11 = 在中断之间将缓冲四个数据字
 10 = 在中断之间将缓冲三个数据字
 01 = 在中断之间将缓冲两个数据字
 00 = 在中断之间将缓冲一个数据字

bit 9 保留: 读为 0

bit 8-5 **COFSG<3:0>**: 帧同步发生器控制位
 1111 = 数据帧有 16 个字
 .
 .
 .
 0010 = 数据帧有 3 个字
 0001 = 数据帧有 2 个字
 0000 = 数据帧有 1 个字

bit 4 保留: 读为 0

bit 3-0 **WS<3:0>**: DCI 数据字长度位
 1111 = 数据字长度为 16 位
 .
 .
 .
 0100 = 数据字长度为 5 位
 0011 = 数据字长度为 4 位
 0010 = **无效选择**。请勿使用。否则可能会产生无法预料的结果。
 0001 = **无效选择**。请勿使用。否则可能会产生无法预料的结果。
 0000 = **无效选择**。请勿使用。否则可能会产生无法预料的结果。

寄存器 19-3: DCICON3: DCI 控制寄存器 3

U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	BCG<11:8>			
bit 15				bit 8			
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
BCG<7:0>							
bit 7				bit 0			

图注:							
R = 可读位		W = 可写位		U = 未实现位, 读为 0			
-n = POR 时的值		1 = 置 1		0 = 清零		x = 未知	

bit 15-12 保留: 读为 0
bit 11-0 BCG<11:0>: DCI 位时钟发生器控制位

寄存器 19-4: DCISTAT: DCI 状态寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	—	—	—	SLOT<3:0>			
bit 15				bit 8			
U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	—	—	—	ROV	RFUL	TUNF	TMPTY
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-12 保留: 读为 0

bit 11-8 **SLOT<3:0>**: DCI 时隙状态位

1111 = Slot 15 目前有效

•

•

•

0010 = Slot 2 目前有效

0001 = Slot 1 目前有效

0000 = Slot 0 目前有效

bit 7-4 保留: 读为 0

bit 3 **ROV**: 接收溢出状态位

1 = 至少一个接收寄存器发生了接收溢出

0 = 没有发生接收溢出

bit 2 **RFUL**: 接收缓冲器满状态位

1 = 在接收寄存器中有新数据

0 = 接收寄存器中为旧数据

bit 1 **TUNF**: 发送缓冲器下溢状态位

1 = 至少一个发送寄存器发生了发送下溢

0 = 没有发生发送下溢

bit 0 **TMPTY**: 发送缓冲器空状态位

1 = 发送寄存器为空

0 = 发送寄存器非空

寄存器 19-5: RSCON: DCI 接收时隙控制寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
RSE15	RSE14	RSE13	RSE12	RSE11	RSE10	RSE9	RSE8
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
RSE7	RSE6	RSE5	RSE4	RSE3	RSE2	RSE1	RSE0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-0

RSE<15:0>: 接收时隙使能位

1 = 在相应的时隙 n 内接收 CSDI 数据

0 = 在相应的时隙 n 内忽略 CSDI 数据

寄存器 19-6: TSCON: DCI 发送时隙控制寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TSE15	TSE14	TSE13	TSE12	TSE11	TSE10	TSE9	TSE8
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TSE7	TSE6	TSE5	TSE4	TSE3	TSE2	TSE1	TSE0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-0

TSE<15:0>: 发送时隙使能控制位

1 = 在相应的时隙 n 内发送发送缓冲器中的内容

0 = 根据 CSDOM 位的状态, 在单个时隙内 CSDO 引脚呈现三态或驱动为逻辑 0

20.0 10 位 /12 位模数转换器 (ADC1)

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 16 章 模数转换器 (ADC)” (DS70183A_CN)，该文档也能从 Microchip 网站 (www.microchip.com) 下载。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件具有最多 13 路 ADC 输入通道。

AD12B 位 (AD1CON1<10>) 允许用户对每个 ADC 模块进行配置，可以配置为 10 位 4 采样 / 保持 ADC (默认配置) 或是 12 位 1 采样 / 保持 ADC。

注： 在修改 AD12B 位前必须禁止 ADC 模块。

20.1 主要特性

10 位 ADC 配置具有以下主要特性：

- 逐次逼近 (Successive Approximation, SAR) 转换
- 转换速度最高为 1.1 Msps
- 最多 13 个模拟输入引脚
- 外部参考电压输入引脚
- 可同时采样最多 4 个模拟输入引脚
- 自动通道扫描模式
- 可选的转换触发源
- 可选的缓冲器填充模式
- 4 种结果对齐选项 (有符号 / 无符号, 小数 / 整数)
- 可在 CPU 休眠和空闲模式下工作

12 位 ADC 配置支持所有上述特性，但以下情况除外：

- 在 12 位配置中，支持最大 500 ksps 的转换速度
- 在 12 位配置中只有 1 个采样 / 保持放大器，因此不支持多通道同时采样。

根据特定器件的引脚配置，ADC 最多有 13 个模拟输入引脚，指定为 AN0 到 AN12。此外，有两个可用于外部参考电压连接的模拟输入引脚。这两个参考电压输入可以与其他模拟输入引脚共用。实际的模拟输入引脚数和外部参考电压输入配置取决于具体的器件。

图 20-1 和图 20-2 给出了 ADC 模块的框图。

20.2 ADC 初始化

应执行以下配置步骤。

1. 配置 ADC 模块：

- a) 选择端口引脚作为模拟输入引脚 (AD1PCFGH<15:0>或AD1PCFGL<15:0>)
- b) 选择参考电压源以匹配模拟输入的预期范围 (AD1CON2<15:13>)
- c) 选择模拟转换时钟以使期望的数据速率与处理器时钟匹配 (AD1CON3<7:0>)
- d) 确定使用多少路采样 / 保持通道 (AD1CON2<9:8>和AD1PCFGH<15:0>或AD1PCFGL<15:0>)
- e) 选择适当的采样 / 转换序列 (AD1CON1<7:5>和AD1CON3<12:8>)
- f) 选择转换结果在缓冲器中的存储方式 (AD1CON1<9:8>)
- g) 开启 ADC 模块 (AD1CON1<15>)

2. 配置 ADC 中断 (如需要)：

- a) 清零 AD1IF 位
- b) 选择 ADC 中断优先级

20.3 ADC 和 DMA

如果在触发一个中断之前，有多个转换结果需要被缓冲，就可使用 DMA 数据传输。ADC1 能触发 DMA 数据传输。如果 ADC1 被选作 DMA IRQ 源，在由于 ADC1 采样转换序列导致 AD1IF 位置 1 时，会发生 DMA 传输。

SMPI<3:0> 位 (AD1CON2<5:2>) 用来选择 DMA RAM 缓冲器指针递增的频率。

ADDMABM 位 (AD1CON1<12>) 决定转换结果填充到 ADC 使用的 DMA RAM 缓冲器中的方式。如果该位置 1，则将数据以转换的顺序写入 DMA 缓冲器。模块将为 DMA 通道提供一个与非 DMA 独立缓冲器使用的地址相同的地址。如果 ADDMABM 位清零，那么 DMA 缓冲器以分散 / 集中模式写入数据。根据模拟输入的编号和 DMA 缓冲器的大小，模块为 DMA 通道提供分散 / 集中地址。

图 20-1: dsPIC33FJ32GP304、dsPIC33FJ64GP204/804 和 dsPIC33FJ128GP204/804 器件的 ADC1 模块框图

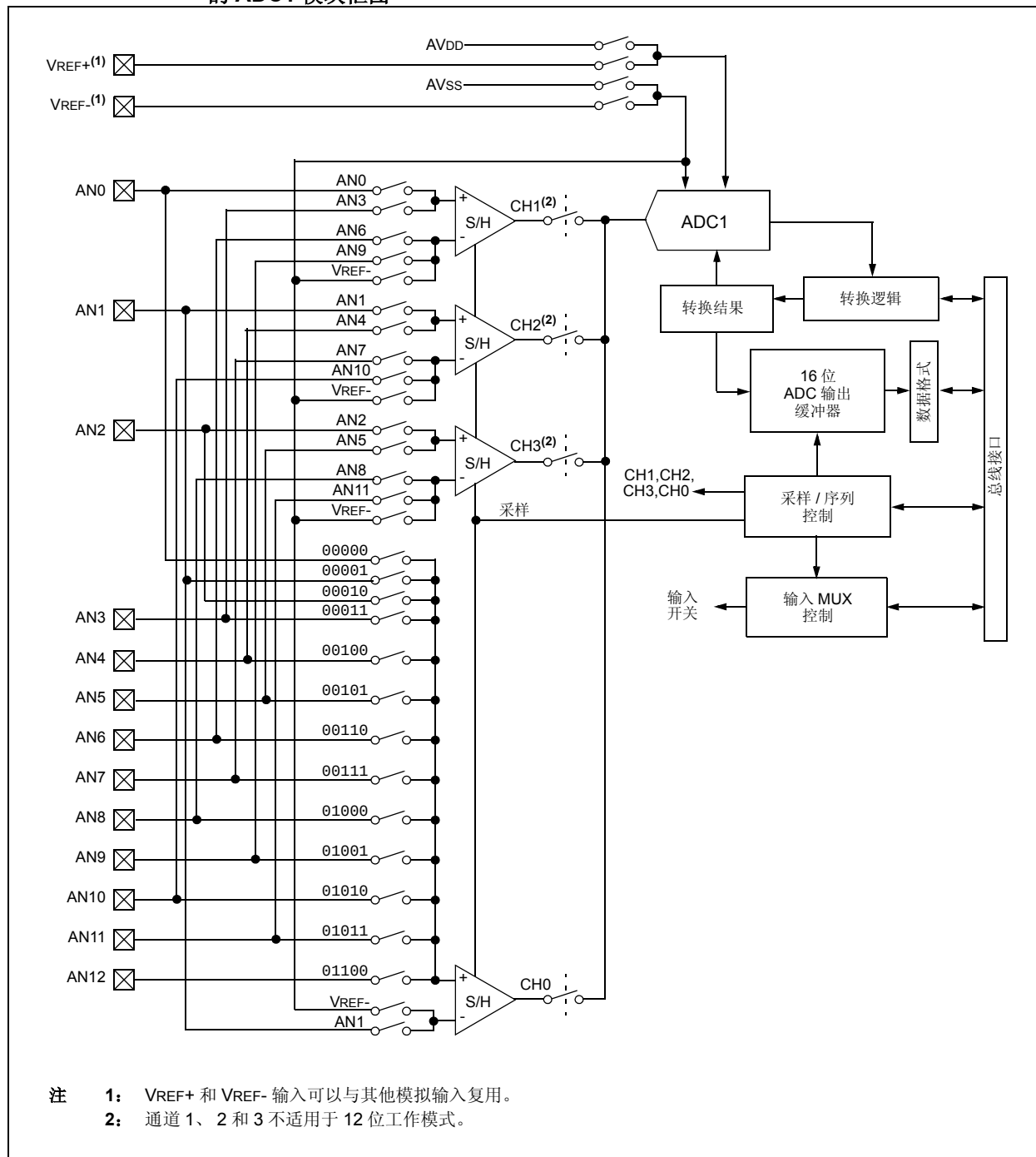


图 20-2: dsPIC33FJ32GP302、dsPIC33FJ64GP202/802 和 dsPIC33FJ128GP202/802 器件的 ADC1 模块框图

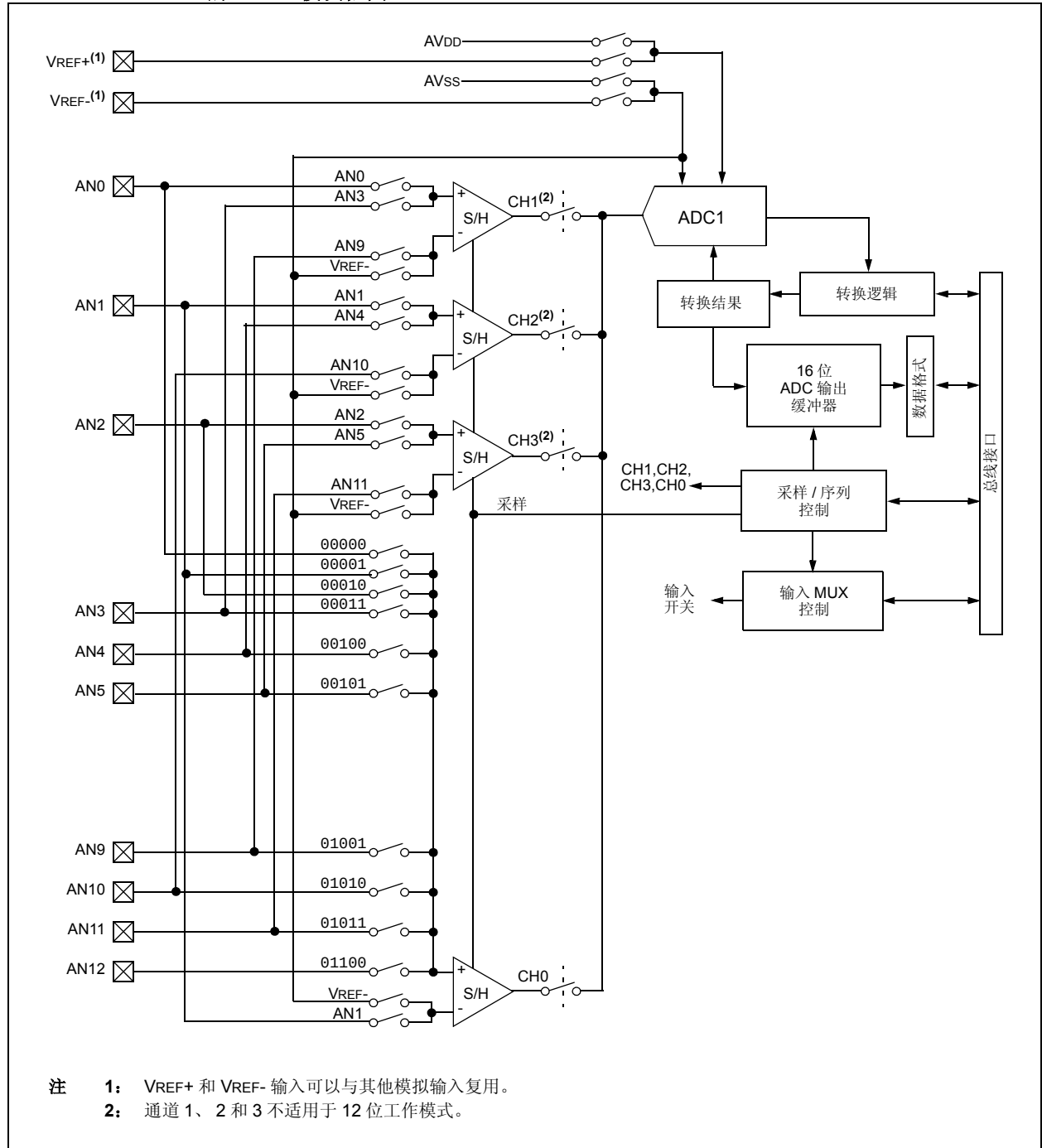
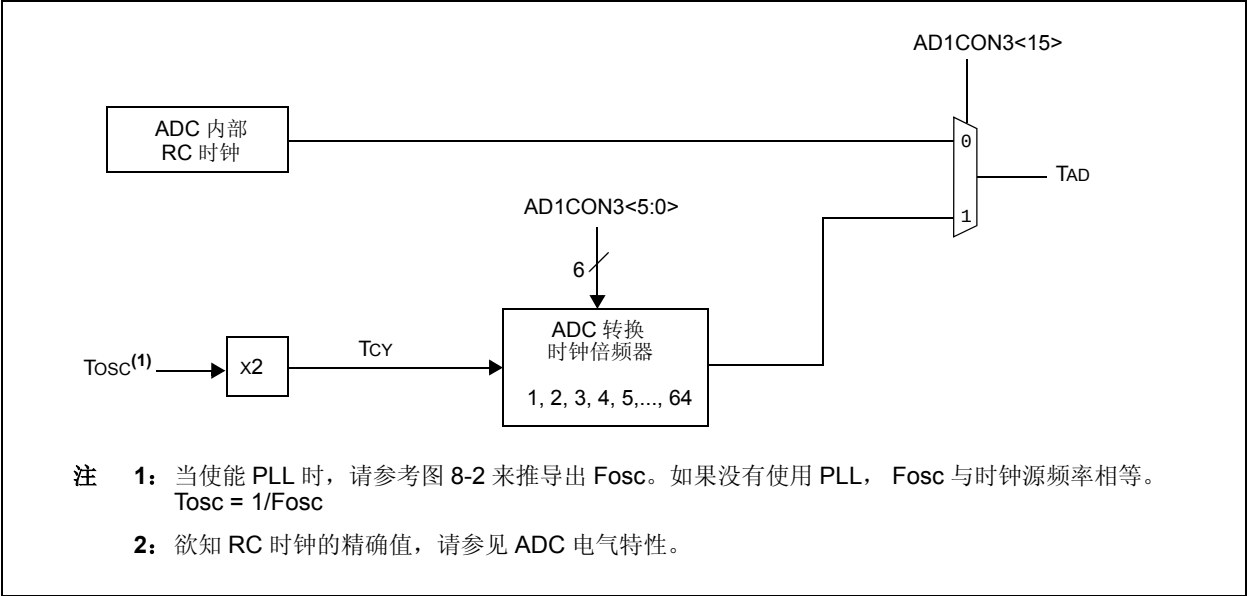


图 20-3: ADC 转换时钟周期框图



寄存器 20-1: AD1CON1: ADC1 控制寄存器 1

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>	
bit 15						bit 8	

R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0 HC,HS	R/C-0 HC, HS
SSRC<2:0>			—	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE
bit 7						bit 0	

图注:	HC = 用硬件清零	HS = 用硬件置 1
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

bit 15 **ADON:** ADC 工作模式位

1 = ADC 模块正在工作

0 = ADC 模块关闭

bit 14 **未实现:** 读为 0

bit 13 **ADSIDL:** 空闲模式停止位

1 = 当器件进入空闲模式时, 模块停止工作

0 = 在空闲模式下模块继续工作

bit 12 **ADDMABM:** DMA 缓冲器构建模式位

1 = DMA 缓冲器以转换的顺序写入。模块将为 DMA 通道提供一个与非 DMA 独立缓冲器使用的地址相同的地址。

0 = DMA 缓冲器以分散/集中模式写入。根据模拟输入的编号和 DMA 缓冲器的大小, 模块为 DMA 通道提供分散/集中地址。

bit 11 **未实现:** 读为 0

bit 10 **AD12B:** 10 位或 12 位工作模式位

1 = 12 位 1 通道 ADC 工作

0 = 10 位 4 通道 ADC 工作

bit 9-8 **FORM<1:0>:** 数据输出格式位

对于 10 位工作:

11 = 有符号小数 (DOUT = sddd dddd dd00 0000, 其中 s = d<9> 取反)

10 = 小数 (DOUT = dddd dddd dd00 0000)

01 = 有符号整数 (DOUT = ssss sssd dddd dddd, 其中 s = d<9> 取反)

00 = 整数 (DOUT = 0000 00dd dddd dddd)

对于 12 位工作:

11 = 有符号小数 (DOUT = sddd dddd dddd 0000, 其中 s = d<11> 取反)

10 = 小数 (DOUT = dddd dddd dddd 0000)

01 = 有符号整数 (DOUT = ssss sddd dddd dddd, 其中 s = d<11> 取反)

00 = 整数 (DOUT = 0000 dddd dddd dddd)

bit 7-5 **SSRC<2:0>:** 采样时钟源选择位

111 = 由内部计数器结束采样并启动转换 (自动转换)

110 = 保留

101 = 保留

100 = 由 GP 定时器 (ADC1 采用 Timer5) 比较结束采样并启动转换

011 = 保留

010 = 由 GP 定时器 (ADC1 采用 Timer3) 比较结束采样并启动转换

001 = 由 INT 引脚的有效跳变结束采样并启动转换

000 = 由清零采样位结束采样并启动转换

bit 4 **未实现:** 读为 0

寄存器 20-1: AD1CON1: ADC1 控制寄存器 1 (续)

- bit 3 **SIMSAM:** 同步采样选择位 (仅当 CHPS<1:0> = 01 或 1x 时适用)
当 AD12B = 1 时, SIMSAM 为 U-0, 未实现, 读为 0
1 = 同时采样 CH0、CH1、CH2 和 CH3 (当 CHPS<1:0> = 1x); 或
 同时采样 CH0 和 CH1 (当 CHPS<1:0> = 01 时)
0 = 按顺序依次采样多路通道
- bit 2 **ASAM:** ADC 采样自动启动位
1 = 最后一次转换结束后立即开始采样。SAMP 位自动置 1。
0 = SAMP 位置 1 时开始采样
- bit 1 **SAMP:** ADC 采样使能位
1 = ADC 采样 / 保持放大器正在采样
0 = ADC 采样 / 保持放大器保持采样结果
如果 ASAM = 0, 由软件写入 1 开始采样。如果 ASAM = 1, 该位由硬件自动置 1。
如果 SSRC = 000, 由软件写入 0 结束采样并启动转换。如果 SSRC ≠ 000, 由硬件自动清零来结束采样并启动转换。
- bit 0 **DONE:** ADC 转换状态位
1 = ADC 转换完成
0 = ADC 转换尚未开始或在进行中
当 ADC 转换完成时, 由硬件自动置 1。可由软件写入 0 来清零 DONE 状态位 (不允许由软件写入 1)。
清零该位不会影响进行中的任何操作。在新的转换开始时由硬件自动清零。

寄存器 20-2: AD1CON2: ADC1 控制寄存器 2

R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	
VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>		
bit 15								bit 8

R-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
BUFS	—	SMPI<3:0>				BUFM	ALTS
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 VCFG<2:0>: 转换器参考电压配置位

	ADREF+	ADREF-
000	AVDD	AVSS
001	外部 VREF+	AVSS
010	AVDD	外部 VREF-
011	外部 VREF+	外部 VREF-
1xx	AVDD	AVSS

bit 12-11 未实现: 读为 0

bit 10 CSCNA: 选择是否在使用采样多路开关 A 时扫描 CH0+ 输入的位

1 = 扫描输入

0 = 不扫描输入

bit 9-8 CHPS<1:0>: 选择要使用的通道的位

当 AD12B = 1 时, CHPS<1:0> 为 U-0, 未实现, 读为 0

1x = 转换 CH0、CH1、CH2 和 CH3

01 = 转换 CH0 和 CH1

00 = 转换 CH0

bit 7 BUFS: 缓冲器填充状态位 (仅当 BUFM = 1 时有效)

1 = ADC 当前在填充缓冲器 0x8-0xF, 用户应访问 0x0-0x7 中的数据

0 = ADC 当前在填充缓冲器 0x0-0x7, 用户应访问 0x8-0xF 中的数据

bit 6 未实现: 读为 0

bit 5-2 SMPI<3:0>: 选择 DMA 地址的递增速率或每次中断的采样 / 转换操作数的位

1111 = 每完成 16 个采样 / 转换操作将 DMA 地址递增 1 或产生中断

1110 = 每完成 15 个采样 / 转换操作将 DMA 地址递增 1 或产生中断

•

•

•

0001 = 每完成 2 个采样 / 转换操作将 DMA 地址递增 1

0000 = 每完成 1 个采样 / 转换操作将 DMA 地址递增 1

bit 1 BUFM: 缓冲器填充模式选择位

1 = 在第一次中断发生时从地址 0x0 开始填充缓冲器, 而在下一次中断发生时从 0x8 开始填充

0 = 总是从地址 0x0 开始填充缓冲器

bit 0 ALTS: 备用输入采样模式选择位

1 = 在第一次采样时使用采样多路开关 A 选择的输入通道, 而在下一次采样时使用采样多路开关 B 选择的输入通道

0 = 总是使用采样多路开关 A 选择的输入通道

寄存器 20-3: AD1CON3: ADC1 控制寄存器 3

R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADRC	—	—	SAMC<4:0>				
bit 15							bit 8

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADCS<7:0>							
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 **ADRC:** ADC 转换时钟源位

1 = ADC 内部 RC 时钟

0 = 时钟由系统时钟产生

bit 14-13 **未实现:** 读为 0bit 12-8 **SAMC<4:0>:** 自动采样时间位11111 = 31 T_{AD}

•

•

•

00001 = 1 T_{AD}00000 = 0 T_{AD}bit 7-0 **ADCS<7:0>:** ADC 转换时钟选择位1111111 = T_{CY} · (ADCS<7:0> + 1) = 256 · T_{CY} = T_{AD}

•

•

•

00000010 = T_{CY} · (ADCS<7:0> + 1) = 3 · T_{CY} = T_{AD}00000001 = T_{CY} · (ADCS<7:0> + 1) = 2 · T_{CY} = T_{AD}00000000 = T_{CY} · (ADCS<7:0> + 1) = 1 · T_{CY} = T_{AD}

寄存器 20-4: AD1CON4: ADC1 控制寄存器 4

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	DMABL<2:0>		
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-3 未实现: 读为 0

bit 2-0 **DMABL<2:0>**: 选择每路模拟输入的 DMA 缓冲单元数量的位

111 = 给每路模拟输入分配 128 字的缓冲区

110 = 给每路模拟输入分配 64 字的缓冲区

101 = 给每路模拟输入分配 32 字的缓冲区

100 = 给每路模拟输入分配 16 字的缓冲区

011 = 给每路模拟输入分配 8 字的缓冲区

010 = 给每路模拟输入分配 4 字的缓冲区

001 = 给每路模拟输入分配 2 字的缓冲区

000 = 给每路模拟输入分配 1 字的缓冲区

寄存器 20-5: AD1CHS123: ADC1 输入通道 1、2 和 3 选择寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB
bit 15						bit 8	

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA
bit 7						bit 0	

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-11 未实现: 读为 0

bit 10-9 **CH123NB<1:0>**: 采样多路开关 B 的通道 1、2 和 3 的反相输入选择位当 **AD12B = 1** 时, **CHxNB** 为 **U-0**, 未实现, 读为 0

11 = CH1 的反相输入为 AN9, CH2 的反相输入为 AN10, CH3 的反相输入为 AN11

10 = CH1 的反相输入为 AN6, CH2 的反相输入为 AN7, CH3 的反相输入为 AN8⁽¹⁾

0x = CH1、CH2 和 CH3 的反相输入都为 VREF-

bit 8 **CH123SB**: 采样多路开关 B 的通道 1、2 和 3 的同相输入选择位当 **AD12B = 1** 时, **CHxSB** 为 **U-0**, 未实现, 读为 0

1 = CH1 的同相输入为 AN3, CH2 的同相输入为 AN4, CH3 的同相输入为 AN5

0 = CH1 的同相输入为 AN0, CH2 的同相输入为 AN1, CH3 的同相输入为 AN2

bit 7-3 未实现: 读为 0

bit 2-1 **CH123NA<1:0>**: 采样多路开关 A 的通道 1、2 和 3 的反相输入选择位当 **AD12B = 1** 时, **CHxNA** 为 **U-0**, 未实现, 读为 0

11 = CH1 的反相输入为 AN9, CH2 的反相输入为 AN10, CH3 的反相输入为 AN11

10 = CH1 的反相输入为 AN6, CH2 的反相输入为 AN7, CH3 的反相输入为 AN8⁽¹⁾

0x = CH1、CH2 和 CH3 的反相输入都为 VREF-

bit 0 **CH123SA**: 采样多路开关 A 的通道 1、2 和 3 的同相输入选择位当 **AD12B = 1** 时, **CHxSA** 为 **U-0**, 未实现, 读为 0

1 = CH1 的同相输入为 AN3, CH2 的同相输入为 AN4, CH3 的同相输入为 AN5

0 = CH1 的同相输入为 AN0, CH2 的同相输入为 AN1, CH3 的同相输入为 AN2

注 1: 该位的设置在 dsPIC33FJ128GPX02、dsPIC33FJ64GPX02 和 dsPIC33FJGPX02 (28 引脚) 器件上是保留的。

寄存器 20-6: AD1CHS0: ADC1 输入通道 0 选择寄存器

R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>				
bit 15							bit 8

R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>				
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **CH0NB:** 采样多路开关 B 的通道 0 的反相输入选择位
与 bit 7 定义相同。
- bit 14-13 **未实现:** 读为 0
- bit 12-8 **CH0SB<4:0>:** 采样多路开关 B 的通道 0 的同相输入选择位
01100 = 通道 0 的同相输入为 AN12
01011 = 通道 0 的同相输入为 AN11
.
.
.
01000 = 通道 0 的同相输入为 AN8⁽¹⁾
00111 = 通道 0 的同相输入为 AN7⁽¹⁾
00110 = 通道 0 的同相输入为 AN6⁽¹⁾
.
.
.
00010 = 通道 0 的同相输入为 AN2
00001 = 通道 0 的同相输入为 AN1
00000 = 通道 0 的同相输入为 AN0
- bit 7 **CH0NA:** 采样多路开关 A 的通道 0 的反相输入选择位
1 = 通道 0 的反相输入为 AN1
0 = 通道 0 的反相输入为 VREF-
- bit 6-5 **未实现:** 读为 0
- bit 4-0 **CH0SA<4:0>:** 采样多路开关 A 的通道 0 的同相输入选择位
01100 = 通道 0 的同相输入为 AN12
01011 = 通道 0 的同相输入为 AN11
.
.
.
01000 = 通道 0 的同相输入为 AN8⁽¹⁾
00111 = 通道 0 的同相输入为 AN7⁽¹⁾
00110 = 通道 0 的同相输入为 AN6⁽¹⁾
.
.
.
00010 = 通道 0 的同相输入为 AN2
00001 = 通道 0 的同相输入为 AN1
00000 = 通道 0 的同相输入为 AN0

注 1: 这些位的设置 (AN6、AN7 和 AN8) 在 dsPIC33FJ128GPX02、dsPIC33FJ64GPX02 和 dsPIC33FJ32GPX02 (28 引脚) 器件上是保留的。

寄存器 20-7: AD1CSSL: ADC1 输入扫描选择寄存器的低位字⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	CSS8
bit 15							
			bit 8				
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CSS7	CSS6	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0
bit 7							
			bit 0				

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-12 未实现: 读为 0

bit 11-0 CSS<11:0>: ADC 输入扫描选择位

1 = 选择对 ANx 进行输入扫描

0 = 输入扫描时跳过 ANx

注 1: 在 dsPIC33FJ32GP302、dsPIC33FJ64GP202/802 和 dsPIC33FJ128GP202/802 器件上, 所有 AD1CSSL 位都可由用户应用程序进行选择。但是, 如果器件上没有选择为进行扫描的相应输入, 则将转换 VREF-。

寄存器 20-8: AD1PCFGL: ADC1 端口配置寄存器的低位字^(1,2)

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	PCFG12	PCFG11	PCFG10	PCFG9	PCFG8
bit 15							
			bit 8				
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PCFG7	PCFG6	PCFG5	PCFG4	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit 7							
			bit 0				

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12-0 PCFG<12:0>: ADC 端口配置控制位

1 = 端口引脚处于数字模式, 使能端口读输入, ADC 输入多路开关连接到 AVss

0 = 端口引脚处于模拟模式, 禁止端口读输入, ADC 采样引脚电压

注 1: 在 dsPIC33FJ32GP302、dsPIC33FJ64GP202/802 和 dsPIC33FJ128GP202/802 器件上, 所有 PCFG 位都可由用户软件进行读 / 写操作。但是, 如果器件上不含相应的输入, 则 PCFG 位被忽略。

2: 该寄存器会影响与 AN0-AN12 复用的配置端口引脚。

21.0 音频数模转换器 (DAC)

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 33 章 音频数模转换器 (DAC)”，该文档也能从 Microchip 网站 (www.microchip.com) 下载。

音频数模转换器 (DAC) 模块是 16 位 Δ - Σ 信号转换器，为音频应用而设计。它有左右两个输出通道，可支持立体声应用。每个 DAC 输出通道为 dsPIC33FJ64GP804 和 dsPIC33FJ128GP804 器件提供三种电压输出：正 DAC 输出、负 DAC 输出和中点电压输出。dsPIC33FJ64GP802 和 dsPIC33FJ128GP802 器件提供正负 DAC 输出电压。正负 DAC 输出相差约 1.65 伏的中点电压，驱动桥接负载 (Bridge-Tied Load, BTL) 配置的扬声器。

21.1 主要特性

- 16 位分辨率 (14 位精度)
- 二阶数字 Δ - Σ 调制器
- 256 X 过采样率
- 128 抽头有限冲激响应电流调节型模拟重构滤波器
- 100 KSPS 最大采样速率
- 用户可控制的采样时钟
- 最高输入频率 45 kHz
- 差分模拟输出
- 信噪比：90 dB
- 4 级深度的输入缓冲器
- 16 位处理器 I/O 及 DMA 接口

21.2 DAC 模块的工作

图 21-1 给出了音频 DAC 模块的功能框图。音频 DAC 模块为每个输出通道提供 4 级深度的数据输入 FIFO 缓冲器。如果 DMA 模块和 / 或处理器无法以及时的方式提供输出数据，并且 FIFO 已空，DAC 将从 DAC 默认数据寄存器 (DACDFLT) 接收数据。这一安全特性对工业控制应用很有用，在那些应用中 DAC 输出要控制重要处理器或机器。DACDFLT 寄存器应以“安全”的输出值初始化。安全输出值通常是中点值 (0x8000) 或零值 (0x0000)。

数字内插器对输入信号进行向上取样 (其中过采样率是 256x)，在用户提供的数据点之间生成数据点。内插器引入了依靠数字滤波器的处理方案，从而将转换器的噪声频谱移动到 20 kHz (通带的上边界) 之上。内插器的输出将驱动 Σ - Δ 调制器。来自 Σ - Δ 调制器的串行数据比特流由重构滤波器处理。重构滤波器的差分输出由运放放大，向 1 k Ω 负载提供所需的 2 伏峰 - 峰值电压。

21.3 DAC 输出格式

DAC 输出数据流的格式可以是有符号二进制补码，也可以是无符号数。

音频 DAC 模块能够接受有符号二进制补码或无符号数格式的 16 位输入数据。数据格式由 DAC1CON 寄存器中的数据格式控制 (FORM<8>) 位控制。支持的格式有：

- 1 = 有符号 (二进制补码)
- 0 = 无符号

如果 FORM 位配置为“无符号数”，用户输入数据将产生以下行为：

- 0xFFFF = 多数正输出电压
- 0x8000 = 中点输出电压
- 0x7FFF = 刚好低于中点的值
- 0x0000 = 最低输出电压

如果 FORM 位配置为“有符号数”，用户输入数据将产生以下行为：

- 0x7FFF = 多数正输出电压
- 0x0000 = 中点输出电压
- 0xFFFF = 刚好低于中点的值
- 0x8000 = 最低输出电压

音频 DAC 提供与数字输入值成比例的模拟输出。每秒最多能采样 100,000 次 (100 ksp/s) 这样的更新速率能提供良好的音频再现质量。

音频 DAC 提供差分模拟输出，其共模输出电压标称值为 1.65 伏，供电电压为 3.3 伏。电压摆幅约为 ± 1 伏，中点电压约为 1.65 伏，1 k Ω 负载约为 0.65 伏到 2.65 伏。

21.4 DAC 时钟

DAC时钟信号为音频DAC模块的内部逻辑提供时钟源。音频DAC的数据采样率可被DAC时钟速率整除。DAC时钟通过从辅助振荡器接收辅助时钟的时钟分频器电路生成。分频比由DAC控制寄存器（DAC1CON）中的

时钟分频比位 (DACFDIV<6:0>) 设定。生成的 DAC 时钟不能超过 25.6 MHz。如果使用较低的采样率, 则 DAC 滤波器时钟频率会降低, 以降低功耗。DAC 时钟频率是采样频率的 256 倍。

图 21-1: 音频数模 (DAC) 转换器的框图

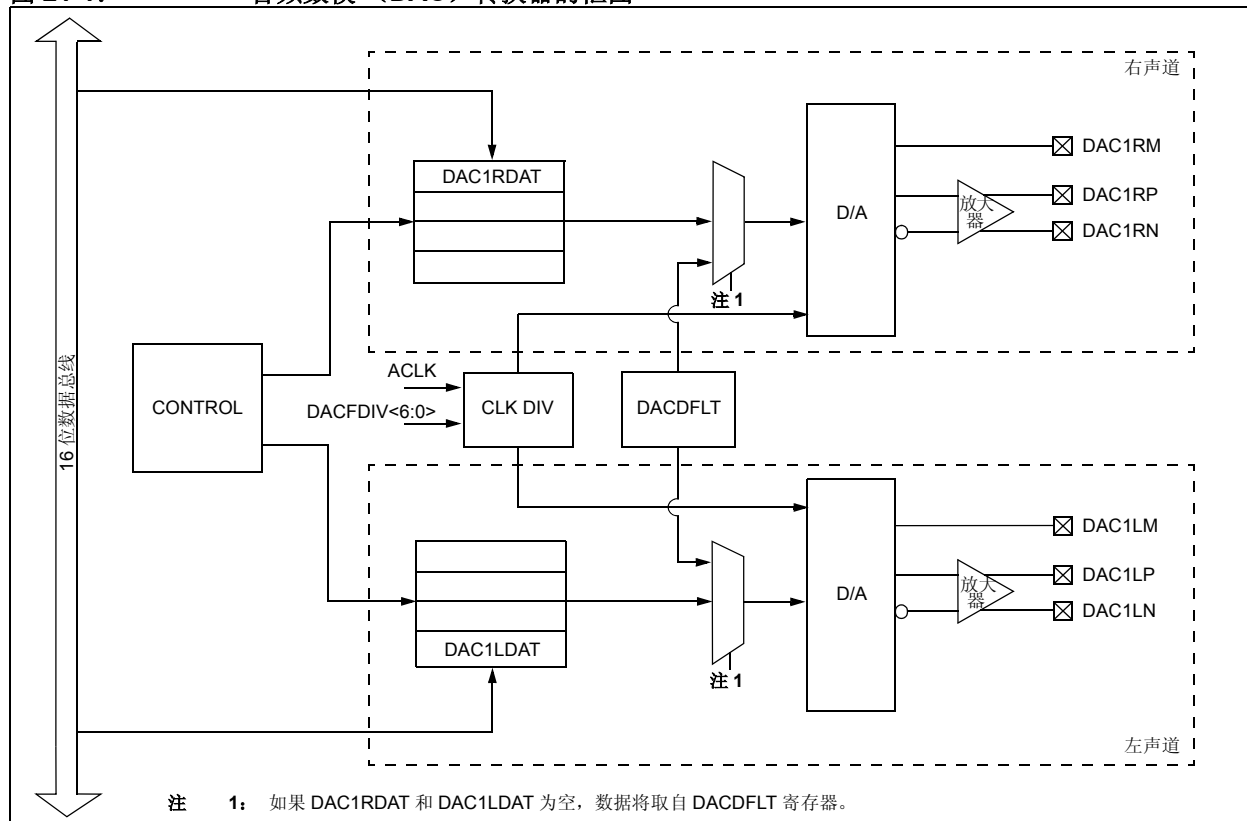
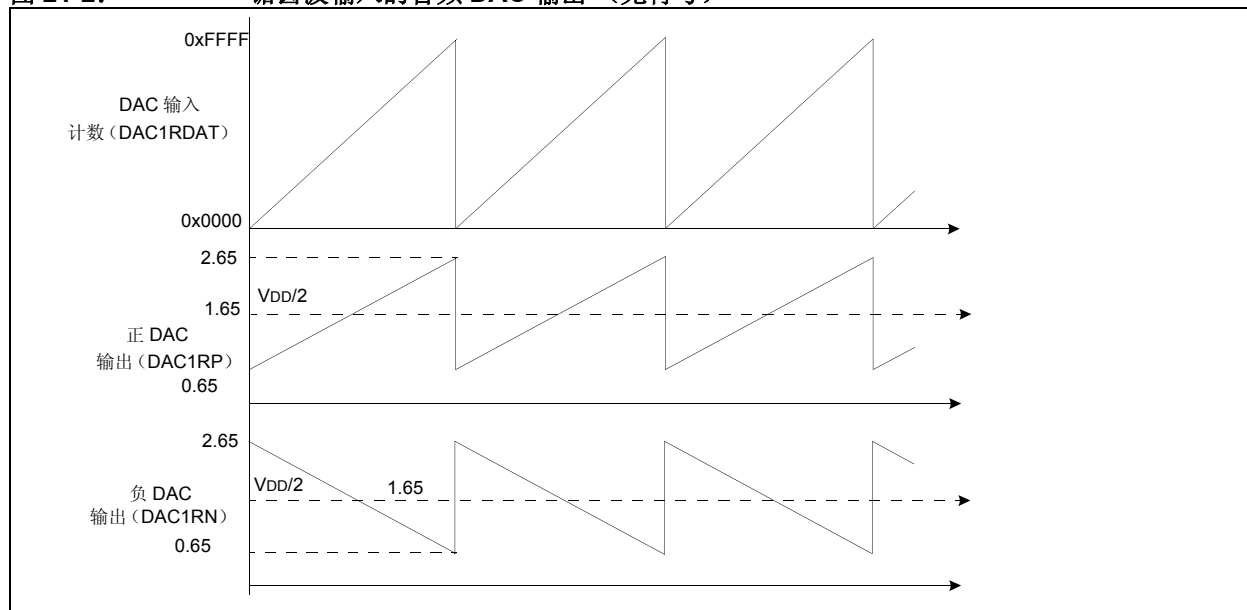


图 21-2: 锯齿波输入的音频 DAC 输出（无符号）



寄存器 21-1: DAC1CON: DAC 控制寄存器

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0
DACEN	—	DACSIDL	AMPON	—	—	—	FORM
bit 15							bit 8
U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1
—	DACFDIV<6:0>						
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **DACEN:** DAC1 使能位
1 = 使能模块
0 = 禁止模块
- bit 14 **未实现:** 读为 0
- bit 13 **DACSIDL:** 空闲模式停止位
1 = 当器件进入空闲模式时, 模块停止工作
0 = 在空闲模式下模块继续工作
- bit 12 **AMPON:** 在休眠模式 / 空闲模式停止模式下使能模拟输出放大器的位
1 = 在休眠模式 / 空闲模式停止模式下使能模拟输出放大器
0 = 在休眠模式 / 空闲模式停止模式下禁止模拟输出放大器
- bit 11-9 **未实现:** 读为 0
- bit 8 **FORM:** 数据模式选择位
1 = 有符号整数
0 = 无符号整数
- bit 7 **未实现:** 读为 0
- bit 6-0 **DACFDIV<6:0>:** DAC 时钟分频器
1111111 = 用 128 除输入时钟
.
.
.
0000101 = 用 6 除输入时钟 (默认)
.
.
.
0000010 = 用 3 除输入时钟
0000001 = 用 2 除输入时钟
0000000 = 用 1 除输入时钟 (无分频)

寄存器 21-2: DAC1STAT: DAC 状态寄存器

R/W-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R-0	R-0
LOEN	—	LMVOEN	—	—	LITYPE	LFULL	LEMPY
bit 15						bit 8	

R/W-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R-0	R-0
ROEN	—	RMVOEN	—	—	RITYPE	RFULL	REMPY
bit 7						bit 0	

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **LOEN:** 左声道 DAC 输出使能
1 = 正负 DAC 输出使能。
0 = DAC 输出禁止。
- bit 14 **未实现:** 读为 0
- bit 13 **LMVOEN:** 左声道中点 DAC 输出电压使能
1 = 中点 DAC 输出使能。
0 = 中点输出禁止。
- bit 12-11 **未实现:** 读为 0
- bit 10 **LITYPE:** 左声道中断类型
1 = 如果 FIFO 为空则中断。
0 = 如果 FIFO 未满载则中断。
- bit 9 **LFULL:** 左声道数据输入 FIFO 已满状态位
1 = FIFO 已满。
0 = FIFO 未满载。
- bit 8 **LEMPY:** 左声道数据输入 FIFO 为空状态位
1 = FIFO 为空。
0 = FIFO 非空。
- bit 7 **ROEN:** 右声道 DAC 输出使能
1 = 正负 DAC 输出使能。
0 = DAC 输出禁止。
- bit 6 **未实现:** 读为 0
- bit 5 **RMVOEN:** 右声道中点 DAC 输出电压使能
1 = 中点 DAC 输出使能。
0 = 中点输出禁止。
- bit 4-3 **未实现:** 读为 0
- bit 2 **RITYPE:** 右声道中断类型
1 = 如果 FIFO 为空则中断。
0 = 如果 FIFO 未满载则中断。
- bit 1 **RFULL:** 右声道数据输入 FIFO 已满状态位
1 = FIFO 已满。
0 = FIFO 未满载。
- bit 0 **REMPY:** 右声道数据输入 FIFO 为空状态位
1 = FIFO 为空。
0 = FIFO 非空。

寄存器 21-3: DAC1DFLT: DAC 默认数据寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
DACDFLT<15:8>							
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
DACDFLT<7:0>							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-0

DACDFLT: DAC 默认值**寄存器 21-4: DAC1LDAT: DAC 左数据寄存器**

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
DACLDAT<15:8>							
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
DACLDAT<7:0>							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-0

DACLDAT: 左声道数据端口。**寄存器 21-5: DAC1RDAT: DAC 右数据寄存器**

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
DACRDAT<15:8>							
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
DACRDAT<7:0>							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-0

DACRDAT: 右声道数据端口。

注:

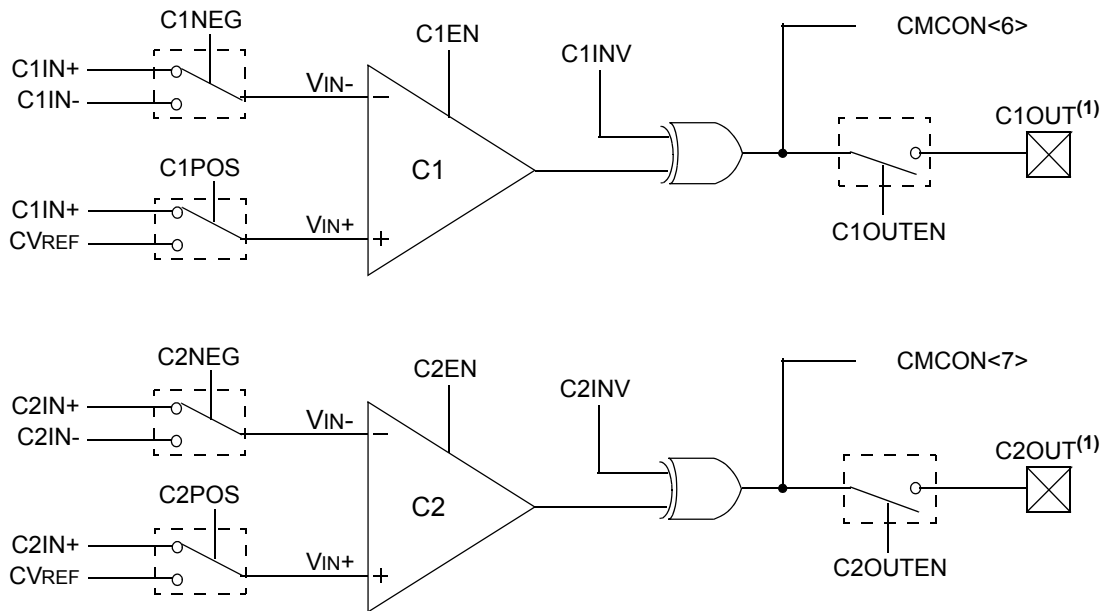
22.0 比较器模块

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 34 章 比较器”，该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

比较器模块提供了一组双输入比较器。比较器输入可以配置为使用任意 4 个引脚输入之一（C1IN+、C1IN-、C2IN+ 和 C2IN-），以及比较器参考电压输入（CVREF）。

注： 该外设包含输出功能，这可能需要通过外设引脚选择功能进行配置。更多信息，请参见第 10.4 节“外设引脚选择”。

图 22-1: 比较器 I/O 工作模式



注 1： 该外设的输出必须在使用前指定给可用的 RPN 引脚。更多信息，请参见第 10.4 节“外设引脚选择”。

寄存器 22-1: CMCON: 比较器控制寄存器

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CMIDL	—	C2EVT	C1EVT	C2EN	C1EN	C2OUTEN ⁽¹⁾	C1OUTEN ⁽²⁾
bit 15							bit 8

R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	C2NEG	C2POS	C1NEG	C1POS
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **CMIDL:** 空闲模式停止位
 1 = 在器件进入空闲模式时, 模块不产生中断。模块仍然使能。
 0 = 在空闲模式下模块继续正常工作
- bit 14 **未实现:** 读为 0
- bit 13 **C2EVT:** 比较器 2 事件位
 1 = 比较器输出已改变状态
 0 = 比较器输出未改变状态
- bit 12 **C1EVT:** 比较器 1 事件位
 1 = 比较器输出已改变状态
 0 = 比较器输出未改变状态
- bit 11 **C2EN:** 比较器 2 使能位
 1 = 比较器使能
 0 = 比较器禁止
- bit 10 **C1EN:** 比较器 1 使能位
 1 = 比较器使能
 0 = 比较器禁止
- bit 9 **C2OUTEN:** 比较器 2 输出使能位 ⁽¹⁾
 1 = 比较器输出连接到输出焊盘
 0 = 比较器输出不连接到输出焊盘
- bit 8 **C1OUTEN:** 比较器 1 输出使能位 ⁽²⁾
 1 = 在输出引脚上驱动比较器输出
 0 = 不在输出引脚上驱动比较器输出
- bit 7 **C2OUT:** 比较器 2 输出位
当 C2INV = 0 时:
 1 = C2 VIN+ > C2 VIN-
 0 = C2 VIN+ < C2 VIN-
当 C2INV = 1 时:
 0 = C2 VIN+ > C2 VIN-
 1 = C2 VIN+ < C2 VIN-

- 注 1: 如果 C2OUTEN = 1, 则 C2OUT 外设输出必须配置为可用的 RPx 引脚。更多信息, 请参见第 10.4 节 “外设引脚选择”。
- 2: 如果 C1OUTEN = 1, 则 C1OUT 外设输出必须配置为可用的 RPx 引脚。更多信息, 请参见第 10.4 节 “外设引脚选择”。

寄存器 22-1: CMCON: 比较器控制寄存器 (续)

bit 6	C1OUT: 比较器 1 输出位 当 $C1INV = 0$ 时: $1 = C1\ V_{IN+} > C1\ V_{IN-}$ $0 = C1\ V_{IN+} < C1\ V_{IN-}$ 当 $C1INV = 1$ 时: $0 = C1\ V_{IN+} > C1\ V_{IN-}$ $1 = C1\ V_{IN+} < C1\ V_{IN-}$
bit 5	C2INV: 比较器 2 输出翻转位 $1 = C2$ 输出翻转 $0 = C2$ 输出不翻转
bit 4	C1INV: 比较器 1 输出翻转位 $1 = C1$ 输出翻转 $0 = C1$ 输出不翻转
bit 3	C2NEG: 比较器 2 负极输入配置位 $1 =$ 输入连接到 V_{IN+} $0 =$ 输入连接到 V_{IN-} 请参见图 22-1 了解比较器模式。
bit 2	C2POS: 比较器 2 正极输入配置位 $1 =$ 输入连接到 V_{IN+} $0 =$ 输入连接到 $CVREF$ 请参见图 22-1 了解比较器模式。
bit 1	C1NEG: 比较器 1 负极输入配置位 $1 =$ 输入连接到 V_{IN+} $0 =$ 输入连接到 V_{IN-} 请参见图 22-1 了解比较器模式。
bit 0	C1POS: 比较器 1 正极输入配置位 $1 =$ 输入连接到 V_{IN+} $0 =$ 输入连接到 $CVREF$ 请参见图 22-1 了解比较器模式。

- 注 1: 如果 $C2OUTEN = 1$, 则 $C2OUT$ 外设输出必须配置为可用的 RPx 引脚。更多信息, 请参见第 10.4 节“外设引脚选择”。
- 注 2: 如果 $C1OUTEN = 1$, 则 $C1OUT$ 外设输出必须配置为可用的 RPx 引脚。更多信息, 请参见第 10.4 节“外设引脚选择”。

22.1 比较器参考电压

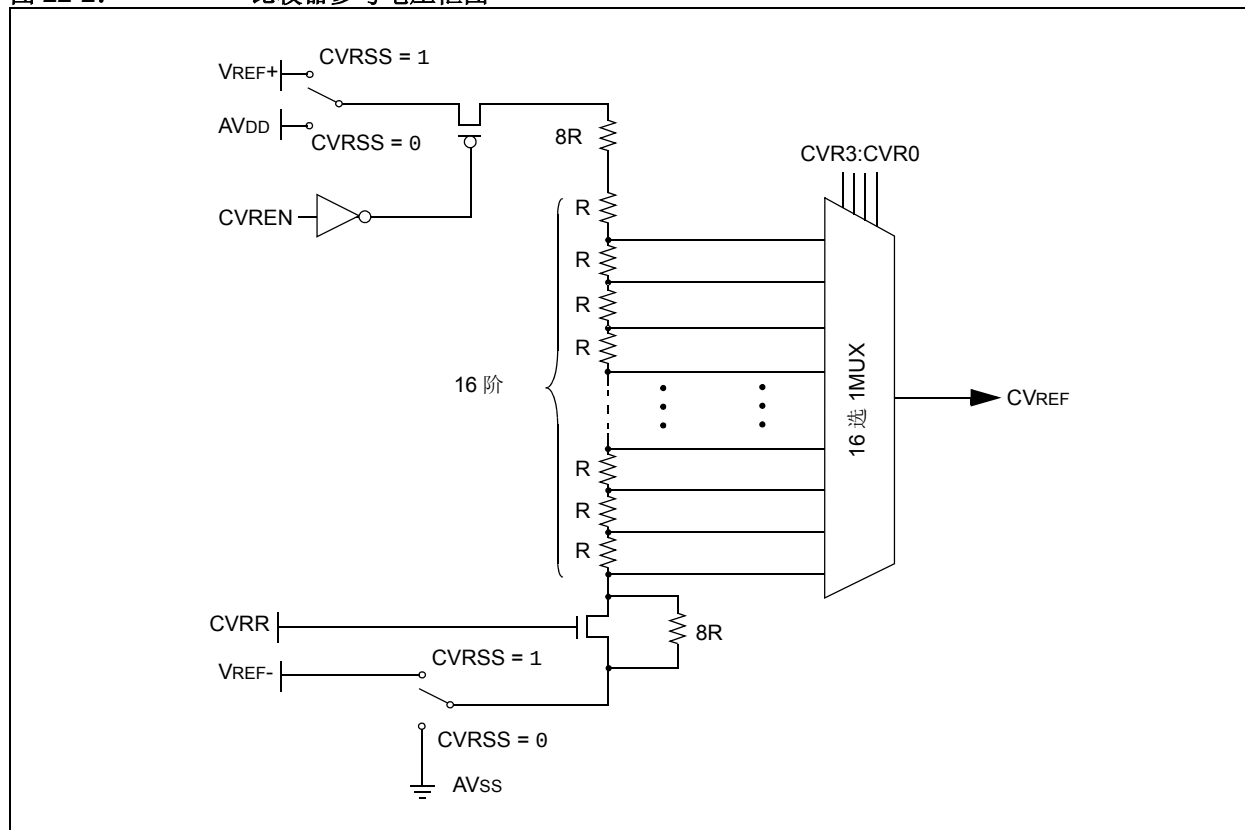
22.1.1 配置比较器参考电压

参考电压模块是通过 CVRCON 寄存器（寄存器 22-2）来控制的。比较器参考电压模块提供两种范围的输出电压，每种范围都具有 16 个不同的电平。通过 CVRR 位（CVRCON<5>）选择输出电压的范围。这两种范围的主要区别在于其电压值之间的步长不同（其中一种范围可提供较高的分辨率），该步长由 CVREF 选择位（CVR3:CVR0）进行选择。

比较器参考电压模块的电压源可以来自 VDD 和 VSS，也可以来自外部 VREF+ 和 VREF-。电压源由 CVRSS 位（CVRCON<4>）选择。

在更改 CVREF 输出值时必须考虑比较器参考电压的稳定时间。

图 22-2: 比较器参考电压框图



寄存器 22-2: CVRCON: 比较器参考电压控制寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CVREN	CVROE	CVRR	CVRSS	CVR<3:0>			
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-8 未实现: 读为 0

bit 7 **CVREN:** 比较器参考电压使能位

1 = CVREF 电路上电

0 = CVREF 电路断电

bit 6 **CVROE:** 比较器 VREF 输出使能位

1 = CVREF 电平从 CVREF 引脚输出

0 = CVREF 电平与 CVREF 引脚断开

bit 5 **CVRR:** 比较器 VREF 范围选择位

1 = CVRSRC 范围应从 0 到 0.625 CVRSRC, 步长为 CVRSRC/24

0 = CVRSRC 范围应从 0.25 到 0.719 CVRSRC, 步长为 CVRSRC/32

bit 4 **CVRSS:** 比较器 VREF 源选择位

1 = 比较器参考电压源, CVRSRC = VREF+ - VREF-

0 = 比较器参考电压源, CVRSRC = AVDD - AVSS

bit 3-0 **CVR<3:0>:** 比较器 VREF 值选择位, $0 \leq \text{CVR<3:0>} \leq 15$ 当 CVRR = 1 时: $\text{CVREF} = (\text{CVR<3:0>} / 24) \cdot (\text{CVRSRC})$ 当 CVRR = 0 时: $\text{CVREF} = 1/4 \cdot (\text{CVRSRC}) + (\text{CVR<3:0>} / 32) \cdot (\text{CVRSRC})$

注:

23.0 实时时钟和日历 (RTCC)

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 37 章 实时时钟和日历 (RTCC)”，该文档也能从 Microchip 网站 (www.microchip.com) 下载。

本章将讨论 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件上可用的实时时钟和日历 (RTCC) 模块及其操作。下面列出了该模块的部分关键特性：

- 时间：时、分和秒
- 24 小时格式（军用时间）
- 日历：周几、日期、月和年

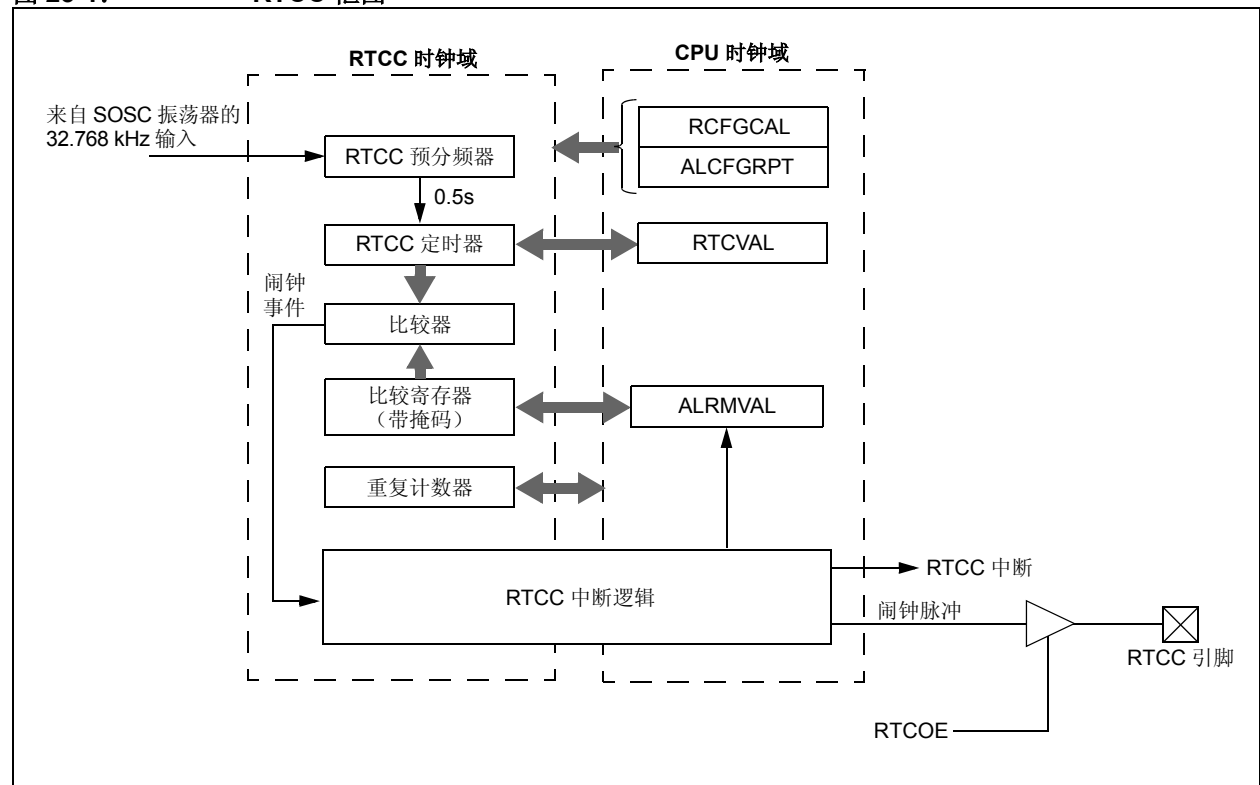
- 闹钟可配置
- 年份范围：2000 至 2099
- 闰年修正
- 用于压缩固件的 BCD 格式
- 为低功耗操作进行了优化
- 带自动调节的用户校准
- 校准范围：每月 ± 2.64 秒误差
- 要求：外部 32.768 kHz 时钟晶振
- RTCC 引脚上的闹钟脉冲或秒时钟输出

RTCC 模块是为需要长时间维持精确时间的应用设计的，无需或很少需要 CPU 干预。RTCC 模块为低功耗使用作了优化，以便在跟踪时间时延长电池寿命。

RTCC 模块是百年时钟和日历，能自动检测闰年。时钟范围从 2000 年 1 月 1 日 00:00:00（午夜）到 2099 年 12 月 31 日 23:59:59。

小时数以 24 小时（军用时间）格式提供。该时钟提供一秒的时间粒度，用户可看到半秒的时间间隔。

图 23-1: RTCC 框图



23.1 RTCC 模块寄存器

RTCC 模块寄存器可分为以下三类：

- RTCC 控制寄存器
- RTCC 值寄存器
- 闹钟值寄存器

23.1.1 寄存器映射

为限制寄存器接口，RTCC 定时器和闹钟定时器寄存器通过相应的寄存器指针访问。RTCC 值寄存器窗口（RTCVALH 和 RTCVALL）使用 RTCPTR 位（RCFGCAL<9:8>）选择所需定时器寄存器对（见表 23-1）。

通过写 RTCVALH 字节，RTCC 指针值 RTCPTR<1:0> 位减 1，直到达到 00。一旦达到 00，MINUTES 和 SECONDS 值可通过 RTCVALH 和 RTCVALL 访问，直到手动更改指针值。

表 23-1: RTCC 值寄存器映射

RTCPTR <1:0>	RTCC 值寄存器窗口	
	RTCVAL<15:8>	RTCVAL<7:0>
00	分钟	秒
01	星期	小时
10	月	日
11	—	年

闹钟值寄存器窗口（ALRMVALH 和 ALRMVALL）使用 ALRMPTR 位（ALCFGRPT<9:8>）选择所需闹钟寄存器对（见表 23-2）。

例 23-1: 将 RTCWREN 位置 1

MOV	#NVMKEY, W1	;move the address of NVMKEY into W1
MOV	#0x55, W2	
MOV	#0xAA, W3	
MOV	W2, [W1]	;start 55/AA sequence
MOV	W3, [W1]	
BSET	RCFGCAL, #13	;set the RTCWREN bit

通过写 ALRMVALH 字节，闹钟指针值 ALRMPTR<1:0> 位减 1，直到达到 00。一旦达到 00，ALRMMIN 和 ALRMSEC 值可通过 ALRMVALH 和 ALRMVALL 访问，直到手动更改指针值。

表 23-2: ALRMVAL 寄存器映射

ALRMPTR <1:0>	闹钟值寄存器窗口	
	ALRMVAL<15:8>	ALRMVAL<7:0>
00	ALRMMIN	ALRMSEC
01	ALRMWD	ALRMHR
10	ALRMMNTH	ALRMDAY
11	—	—

考虑到 16 位内核并不区分 8 位和 16 位读操作，用户要注意，读 ALRMVALH 或 ALRMVALL 字节时都会使 ALRMPTR<1:0> 值减 1。同样的规律也适用于 RTCVALH 或 RTCVALL 字节，读取它们时会使 RTCPTR<1:0> 减 1。

注： 这只适用于读操作，不适用于写操作。

23.1.2 写锁定

要对任何 RTCC 定时器寄存器执行写操作，必须先将 RTCWREN 位（RCFGCAL<13>）置 1（见例 23-1）。

注： 为避免意外写入定时器，建议其他任何时候 RTCWREN 位（RCFGCAL<13>）都保持清零。要将 RTCWREN 位置 1，在 55h/AA 序列和 RTCWREN 置 1 之间只允许 1 个指令周期的时间段；因此，建议遵循例 23-1 中的代码示例。

寄存器 23-1: RCFGAL: RTCC 校准和配置寄存器⁽¹⁾

R/W-0	U-0	R/W-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
RTCEN ⁽²⁾	—	RTCWREN	RTCSYNC	HALFSEC ⁽³⁾	RTCOE	RTCPTR<1:0>	
bit 15							bit 8
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CAL<7:0>							
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 **RTCEN:** RTCC 使能位⁽²⁾

1 = 使能 RTCC 模块

0 = 禁止 RTCC 模块

bit 14 **未实现:** 读为 0bit 13 **RTCWREN:** RTCC 值寄存器写使能位

1 = RTCVALH 和 RTCVALL 寄存器可由用户写入

0 = RTCVALH 和 RTCVALL 寄存器已锁定, 不可由用户写入

bit 12 **RTCSYNC:** RTCC 值寄存器读同步位

1 = 由于计满返回, RTCVALH、RTCVALL 和 ALCFGRPT 寄存器在读操作过程中可能改变, 从而导致读取的数据无效。如果两次读取寄存器得到的数据相同, 可认为数据是有效的。

0 = RTCVALH、RTCVALL 或 ALCFGRPT 寄存器在读取时无需考虑计满返回

bit 11 **HALFSEC:** 半秒状态位⁽³⁾

1 = 一秒的后一半

0 = 一秒的前一半

bit 10 **RTCOE:** RTCC 输出使能位

1 = 使能 RTCC 输出

0 = 禁止 RTCC 输出

bit 9-8 **RTCPTR<1:0>:** RTCC 值寄存器窗口指针位

读取 RTCVALH 和 RTCVALL 寄存器时, 指向相应的 RTCC 值寄存器; 每当读或写 RTCVALH 时 RTCPTR<1:0> 的值就减 1, 直到达到 00。

RTCVAL<15:8>:

00 = 分钟数

01 = 星期

10 = 月

11 = 保留

RTCVAL<7:0>:

00 = 秒数

01 = 小时数

10 = 日

11 = 年

注 1: RCFGAL 寄存器只受 POR 的影响。

2: 仅当 RTCWREN = 1 时才允许写入 RTCEN 位。

3: 该位是只读的。写入 MINSEC 寄存器的低半部分时, 它被清零。

寄存器 23-1: RCFGCAL: RTCC 校准和配置寄存器⁽¹⁾ (续)

bit 7-0 **CAL<7:0>**: RTC 漂移校准位

01111111 = 最大正向调整; 每分钟增加 508 个 RTC 时钟脉冲

•

•

•

01111111 = 最小正向调整; 每分钟增加 4 个 RTC 时钟脉冲

00000000 = 无调整

11111111 = 最小负向调整; 每分钟减少 4 个 RTC 时钟脉冲

•

•

•

10000000 = 最大负向调整; 每分钟减少 512 个 RTC 时钟脉冲

- 注 **1:** RCFGCAL 寄存器只受 POR 的影响。
- 2:** 仅当 RTCWREN = 1 时才允许写入 RTCEN 位。
- 3:** 该位是只读的。写入 MINSEC 寄存器的低半部分时, 它被清零。

寄存器 23-2: PADCFG1: 焊垫配置控制寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	—	RTSECSEL ⁽¹⁾	PMPTTL
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-2 未实现: 读为 0

bit 1 **RTSECSEL:** RTCC 秒时钟输出选择位 ⁽¹⁾

1 = 为 RTCC 引脚选择了 RTCC 秒时钟

0 = 为 RTCC 引脚选择了 RTCC 闹钟脉冲

bit 0 **PMPTTL:** PMP 模块 TTL 输入缓冲器选择位

1 = PMP 模块使用 TTL 输入缓冲器

0 = PMP 模块使用施密特触发输入缓冲器

注 1: 要使能实际 RTCC 输出, RTCOE (RCFGCAL) 位必须置 1。

寄存器 23-3: ALCFGRPT: 闹钟配置寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ALRMEN	CHIME	AMASK<3:0>				ALRMPTR<1:0>	
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ARPT<7:0>							
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 ALRMEN:** 闹钟使能位
1 = 闹钟已使能 (每当 ARPT<7:0> = 00h 且 CHIME = 0 时, 发生闹钟事件后都自动清零)
0 = 闹钟已禁止
- bit 14 CHIME:** 响铃 (Chime) 使能位
1 = 响铃已使能; ARPT<7:0> 位允许从 00h 进位到 FFh
0 = 响铃已禁止; ARPT<7:0> 到达 00h 就停止
- bit 13-10 AMASK<3:0>:** 闹钟掩码配置位
0000 = 每半秒
0001 = 每秒
0010 = 每 10 秒
0011 = 每分钟
0100 = 每 10 分钟
0101 = 每小时
0110 = 一天一次
0111 = 一周一次
1000 = 一月一次
1001 = 一年一次 (除非配置在 2 月 29 日, 亦即每 4 年一次的情况外)
101x = 保留——不要使用
11xx = 保留——不要使用
- bit 9-8 ALRMPTR<1:0>:** 闹钟值寄存器窗口指针位
读取 ALRMVALH 和 ALRMVALL 寄存器时, 指向相应的闹钟值寄存器; 每当读或写 ALRMVALH 时 ALRMPTR<1:0> 的值就减 1, 直到达到 00。
ALRMVAL<15:8>:
00 = ALRMMIN
01 = ALRMWD
10 = ALRMMNTH
11 = 未实现
ALRMVAL<7:0>:
00 = ALRMSEC
01 = ALRMHR
10 = ALRMDAY
11 = 未实现
- bit 7-0 ARPT<7:0>:** 闹钟重复计数器值位
11111111 = 闹钟将再重复 255 次
.
.
.
00000000 = 闹钟将不再重复
每当发生闹钟事件时计数器就减 1。除非 CHIME = 1, 否则计数器不能从 00h 进位到 FFh。

寄存器 23-4: **RTCVAL** (当 **RTCPTR<1:0> = 11** 时): 年值寄存器⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
YRTEN<3:0>				YRONE<3:0>			
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-8 未实现: 读为 0

bit 7-4 **YRTEN<3:0>**: 年份的十位数的二 - 十进制码 (Binary Coded Decimal, BCD) 值; 值为 0 到 9bit 3-0 **YRONE<3:0>**: 年份的个位数的 BCD 值; 值为 0 到 9注 1: 仅当 **RTCWREN = 1** 时允许写入 YEAR 寄存器。寄存器 23-5: **RTCVAL** (当 **RTCPTR<1:0> = 10** 时): 月和日值寄存器⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	R-x	R-x	R-x	R-x	R-x
—	—	—	MHTEN0	MTHONE<3:0>			
bit 15							bit 8

U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	DAYTEN<1:0>		DAYONE<3:0>			
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12 **MHTEN0**: 月份的十位数的 BCD 值; 值为 0 或 1bit 11-8 **MTHONE<3:0>**: 月份的个位数的 BCD 值; 值为 0 到 9

bit 7-6 未实现: 读为 0

bit 5-4 **DAYTEN<1:0>**: 日的十位数的 BCD 值; 值为 0 到 3bit 3-0 **DAYONE<3:0>**: 日的个位数的 BCD 值; 值为 0 到 9注 1: 仅当 **RTCWREN = 1** 时允许写入该寄存器。

寄存器 23-6: **RTCVAL** (当 **RTCPTR<1:0> = 01** 时): **WKDYHR**: 星期和小时值寄存器⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	—	—	—	WDAY<2:0>		
bit 15						bit 8	

U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	HRTEN<1:0>		HRONE<3:0>			
bit 7		bit 0					

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **WDAY<2:0>**: 星期的 BCD 值; 值为 0 到 6

bit 7-6 未实现: 读为 0

bit 5-4 **HRTEN<1:0>**: 小时的十位数的 BCD 值; 值为 0 到 2bit 3-0 **HRONE<3:0>**: 小时的个位数的 BCD 值; 值为 0 到 9注 1: 仅当 **RTCWREN = 1** 时允许写入该寄存器。寄存器 23-7: **RTCVAL** (当 **RTCPTR<1:0> = 00** 时): 分钟和秒值寄存器

U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	MINTEN<2:0>			MINONE<3:0>			
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	SECTEN<2:0>			SECONE<3:0>			
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0

bit 14-12 **MINTEN<2:0>**: 分钟的十位数的 BCD 值; 值为 0 到 5bit 11-8 **MINONE<3:0>**: 分钟的个位数的 BCD 值; 值为 0 到 9

bit 7 未实现: 读为 0

bit 6-4 **SECTEN<2:0>**: 秒的十位数的 BCD 值; 值为 0 到 5bit 3-0 **SECONE<3:0>**: 秒的个位数的 BCD 值; 值为 0 到 9

寄存器 23-8: **ALRMVAL** (当 **ALRMPTR<1:0> = 10** 时): 闹钟月和日值寄存器⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	—	MHTTEN0	MTHONE<3:0>			
bit 15			bit 8				

U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	DAYTEN<1:0>		DAYONE<3:0>			
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-13 未实现: 读为 0

bit 12 **MHTEN0**: 月份的十位数的 BCD 值; 值为 0 或 1bit 11-8 **MTHONE<3:0>**: 月份的个位数的 BCD 值; 值为 0 到 9

bit 7-6 未实现: 读为 0

bit 5-4 **DAYTEN<1:0>**: 日的十位数的 BCD 值; 值为 0 到 3bit 3-0 **DAYONE<3:0>**: 日的个位数的 BCD 值; 值为 0 到 9

注 1: 仅当 RTCWREN = 1 时允许写入该寄存器。

寄存器 23-9: **ALRMVAL** (当 **ALRMPTR<1:0> = 01** 时): 闹钟星期和小时值寄存器⁽¹⁾

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	—	—	—	WDAY2	WDAY1	WDAY0
bit 15							
			bit 8				

U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	HRTEN<1:0>		HRONE<3:0>			
bit 7		bit 0					

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-11 未实现: 读为 0

bit 10-8 **WDAY<2:0>**: 星期的 BCD 值; 值为 0 到 6

bit 7-6 未实现: 读为 0

bit 5-4 **HRTEN<1:0>**: 小时的十位数的 BCD 值; 值为 0 到 2bit 3-0 **HRTONE<3:0>**: 小时的个位数的 BCD 值; 值为 0 到 9

注 1: 仅当 RTCWREN = 1 时允许写入该寄存器。

寄存器 23-10: **ALRMVAL** （当 **ALRMPTR<1:0> = 00** 时）：闹钟分钟和秒值寄存器

U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	MINTEN<2:0>			MINONE<3:0>			
bit 15				bit 8			

U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	SECTEN<2:0>			SECONE<3:0>			
bit 7				bit 0			

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 15 未实现：读为 0
- bit 14-12 **MINTEN<2:0>**：分钟的十位数的 BCD 值；值为 0 到 5
- bit 11-8 **MINONE<3:0>**：分钟个位数的 BCD 值；值为 0 到 9
- bit 7 未实现：读为 0
- bit 6-4 **SECTEN<2:0>**：秒的十位数的 BCD 值；值为 0 到 5
- bit 3-0 **SECONE<3:0>**：秒的个位数的 BCD 值；值为 0 到 9

24.0 可编程循环冗余校验（CRC）发生器

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 36 章 可编程循环冗余校验（CRC）”，该文档也能从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

可编程 CRC 发生器提供以下特性：

- 用户可编程多项式 CRC 公式
- 中断输出
- 数据 FIFO

24.1 概述

该模块实现了可用软件配置的 CRC 发生器。多项式的项及其长度可分别用 CRCXOR（X<15:1>）位及 CRCCON（PLEN<3:0>）位设定。

公式 24-1: CRC 公式

$$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

要将该多项式烧写到 CRC 发生器中，CRC 寄存器位应置 1，如表 24-1 所示。

表 24-1: CRC 设置示例

位名称	位值
PLEN<3:0>	1111
X<15:1>	000100000010000

对于 X<15:1> 的值，第 12 位和第 5 位按照 CRC 公式要求置为 1。CRC 公式要求的第 0 位总是经过逻辑异或运算的。对 16 位多项式，第 16 位也总是经过逻辑异或运算的；因此 X<15:1> 位没有第 0 位，也没有第 16 位。

标准 CRC 发生器的拓扑结构如图 24-2 所示。

图 24-1: CRC 移位寄存器详细信息

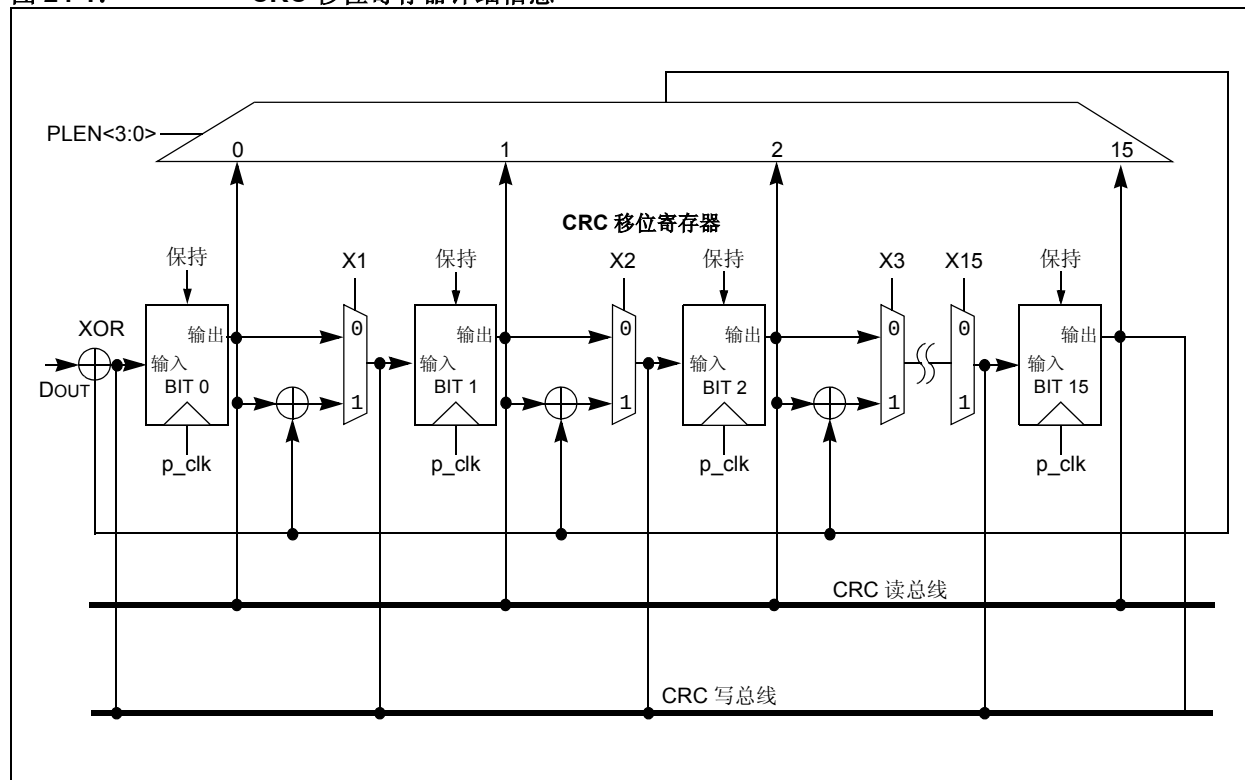
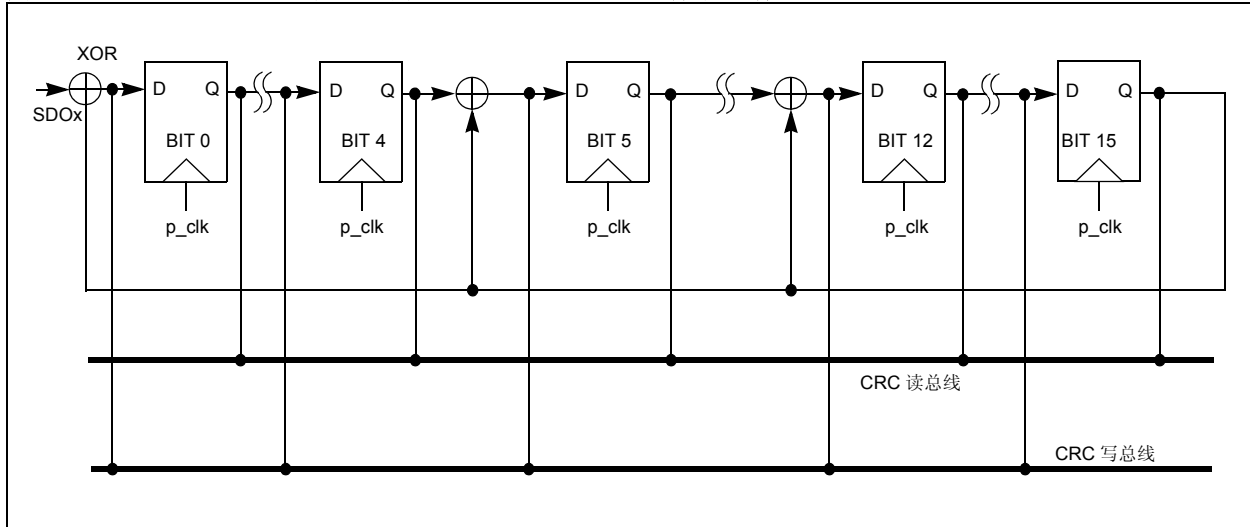


图 24-2: CRC 发生器为 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ 进行了重新配置



24.2 用户接口

24.2.1 数据接口

要开始串行移位，必须将 1 写入 CRCGO 位。

该模块包含的 FIFO 在 $PLEN (PLEN < 30) > 7$ 时为 8 级深，其他情况下为 16 级深。CRC 计算所需数据必须先写入 FIFO。可写入 FIFO 的最小数据元素是 1 个字节。例如，如果 $PLEN = 5$ ，则数据大小是 $PLEN + 1 = 6$ 。数据按如下方式写入：

```
data[5:0] = crc_input[5:0]
data[7:6] = 'bxx'
```

数据写入CRCWDAT MSb (由PLEN定义) 后, VWORD (VWORD<4:0>) 的值递增 1。当 CRCGO = 1 且 VWORD > 0 时, 串行移位器开始将数据移入 CRC 引擎。MSb 移出后, VWORD 递减 1。串行移位器继续移位, 直到 VWORD 达到 0。因此, 对给定的 PLEN 值, 需要 $(PLEN + 1) * VWORD$ 个时钟周期才能完成 CRC 计算。

VWORD 达到 8（或 16）时，CRCFUL 位将置 1。
VWORD 达到 0 时，CRCMPT 位将置 1。

要连续将数据输送到 **CRC** 引擎中，建议的工作模式是预先为 **FIFO** 准备好足够的字数，这样下个字可写入之前不会产生中断。完成后，通过将 **CRCGO** 位置为 **1** 来启动 **CRC**。从那点开始将查询 **VWORD** 位。如果它们读到的数小于 **8** 或 **16**，将把另一个字写入 **FIFO**。

要清空已写入 FIFO 的字，CRCGO 位必须置为 1 并允许 CRC 移位器运行，直到 CRCMPT 位置 1。

同时，为了正确地读 CRC，必须等待 CRCMPT 位转为高电平才能读 CRCWDAT 寄存器。

如果 CRCFUL 位置 1 时写入一个字，VWORD 指针将计满返回到 0。硬件的行为就像 FIFO 为空时一样。但是，产生中断的条件并不满足；因此，不会产生中断（见第 24.2.2 节“中断操作”）。

写入 CRCWDAT 后必须经过至少一个指令周期才能读 VWORD 位。

24.2.2 中断操作

当 VWORD4:VWORD0 位的值从 1 跳变到 0 时，将产生中断。

24.3 省电模式下的操作

24.3.1 休眠模式

如果模块工作时进入休眠模式，模块将暂停于当前状态，直到时钟恢复执行。

24.3.2 空闲模式

要在空闲模式下继续完整的模块工作，CSIDL 位必须在进入该模式前清零。

如果 **CSIDL = 1**，该模块的行为与在休眠模式下相同；暂停的中断事件将传递下去，即使模块时钟不可用。

24.4 寄存器

CRC 模块提供以下寄存器：

- CRC 控制寄存器
- CRC 异或多项式寄存器

寄存器 24-1: CRCCON: CRC 控制寄存器

U-0	U-0	R/W-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
—	—	CSIDL	VWORD<4:0>				
bit 15							bit 8

R-0	R-1	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CRCFUL	CRCMPT	—	CRCGO	PLEN<3:0>			
bit 7							bit 0

图注：

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零 x = 未知

bit 15-14 **未实现：** 读为 0

bit 13 **CSIDL:** CRC 空闲模式停止位
 1 = 当器件进入空闲模式时，模块停止工作
 0 = 在空闲模式下模块继续工作

bit 12-8 **VWORD<4:0>:** 指针值位
 表示 FIFO 中有效字的个数。PLEN<3:0> 大于 7 时最大值是 8，PLEN<3:0> 小于等于 7 时最大值是 16。

bit 7 **CRCFUL:** FIFO 满位
 1 = FIFO 已满
 0 = FIFO 未满

bit 6 **CRCMPT:** FIFO 空位
 1 = FIFO 为空
 0 = FIFO 非空

bit 5 **未实现：** 读为 0

bit 4 **CRCGO:** 启动 CRC 位
 1 = 启动 CRC 串行移位器
 0 = CRC 串行移位器关闭

bit 3-0 **PLEN<3:0>:** 多项式长度位
 表示生成多项式的长度减去 1。

寄存器 24-2: CRCXOR: CRC 异或多项式寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
X<15:8>							
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0
X<7:1>							—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

bit 15-1 **X<15:1>**: 多项式的项 X^n 的异或使能位
bit 0 **未实现**: 读为 0

25.0 并行主端口 (PMP)

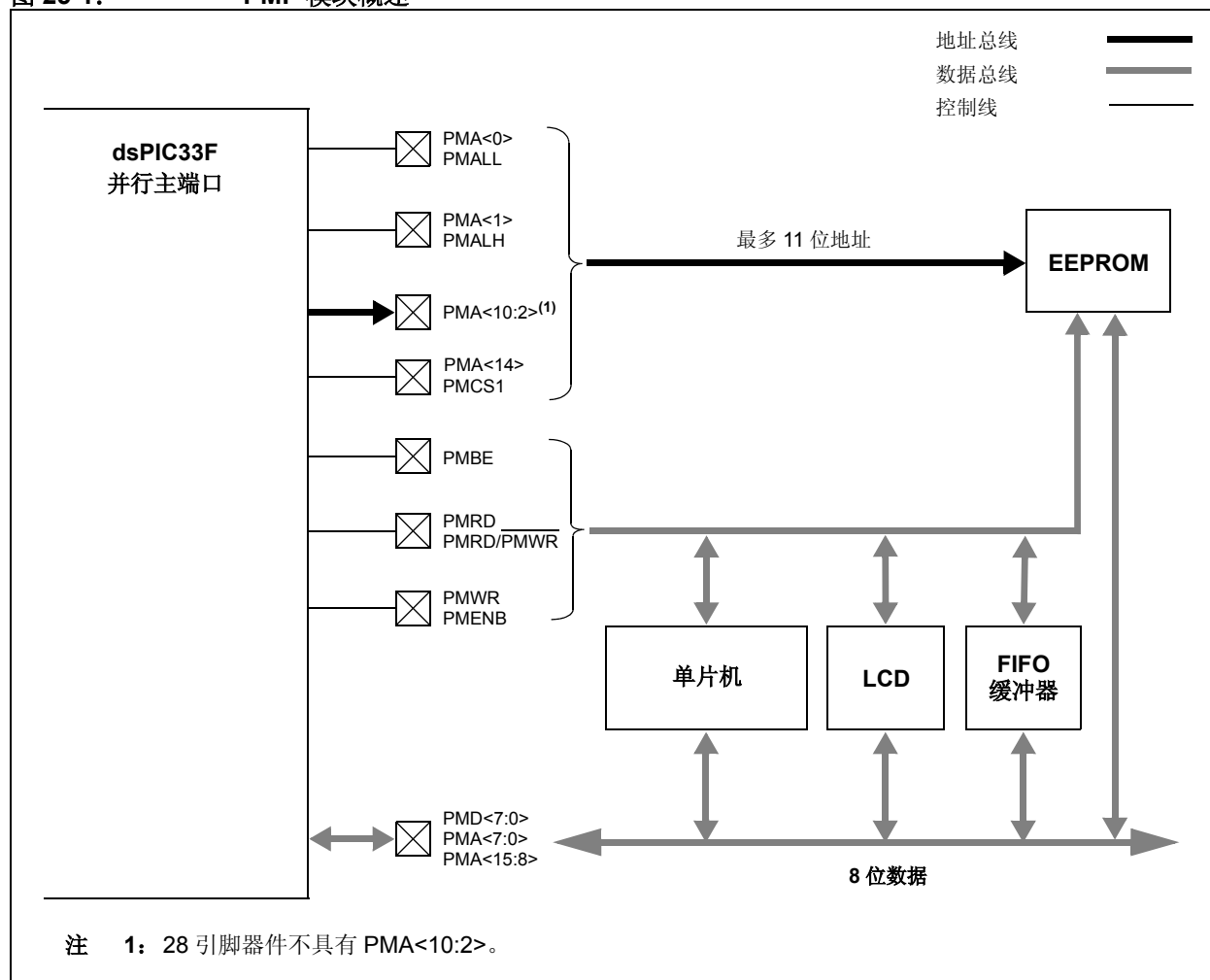
注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的“第 35 章 并行主端口 (PMP)”，该文档也能从 Microchip 网站 (www.microchip.com) 下载。

并行主端口 (Parallel Master Port, PMP) 模块是一个并行 8 位 I/O 模块，专用于与例如通信外设、LCD、外部存储器件及单片机的较宽范围的并行器件进行通信。由于并行外设的接口变化很大，PMP 具有高度可配置性。

PMP 模块的关键特性包括：

- 完全复用的地址 / 数据模式
- 未复用的或部分复用的地址 / 数据模式
 - 最多 11 根带片选的地址线
 - 最多 12 根不带片选的地址线
- 1 根片选线
- 可编程选通选项
 - 单独读和写选通，或；
 - 带使能选通的读 / 写选通
- 地址自动递增 / 自动递减
- 可编程地址 / 数据复用
- 控制信号的可编程极性
- 支持传统并行从端口
- 增强型并行从动支持
 - 地址支持
 - 4 字节深的自动递增缓冲器
- 可编程等待状态
- 可选择的输入电平

图 25-1: PMP 模块概述



寄存器 25-1: PMCON: 并行端口控制寄存器

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PMPEN	—	PSIDL	ADMUX1	ADMUX0	PTBEEN	PTWREN	PTRDEN
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0 ⁽¹⁾	U-0	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CSF1	CSF0	ALP	—	CS1P	BEP	WRSP	RDSP
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 15 **PMPEN:** 并行主端口使能位
1 = 使能 PMP
0 = 禁止 PMP, 不执行片外访问
- bit 14 **未实现:** 读为 0
- bit 13 **PSIDL:** 空闲模式停止位
1 = 当器件进入空闲模式时, 模块停止工作
0 = 在空闲模式下模块继续工作
- bit 12-11 **ADMUX1:ADMUX0:** 地址 / 数据复用选择位 ⁽¹⁾
11 = 保留
10 = 地址的所有 16 位在 PMD<7:0> 引脚上复用
01 = 地址的低 8 位在 PMD<7:0> 引脚上复用, 高 3 位在 PMA<10:8> 上复用
00 = 地址和数据出现在独立的引脚上
- bit 10 **PTBEEN:** 字节使能端口使能位 (16 位主模式)
1 = 使能 PMBE 端口
0 = 禁止 PMBE 端口
- bit 9 **PTWREN:** 写使能选通端口使能位
1 = 使能 PMWR/PMENB 端口
0 = 禁止 PMWR/PMENB 端口
- bit 8 **PTRDEN:** 读 / 写选通端口使能位
1 = 使能 PMRD/PMWR 端口
0 = 禁止 PMRD/PMWR 端口
- bit 7-6 **CSF1:CSF0:** 片选功能位
11 = 保留
10 = PMCS1 作为片选
0x = PMCS1 作为第 14 个地址位
- bit 5 **ALP:** 地址锁存器极性位 ⁽¹⁾
1 = 高电平有效 (PMALL 和 PMALH)
0 = 低电平有效 (PMALL 和 PMALH)
- bit 4 **未实现:** 读为 0
- bit 3 **CS1P:** 片选 1 极性位 ⁽¹⁾
1 = 高电平有效 (PMCS1/PMCS1)
0 = 低电平有效 (PMCS1/PMCS1)
- bit 2 **BEP:** 字节使能极性位
1 = 字节使能高电平有效 (PMBE)
0 = 字节使能低电平有效 (PMBE)

注 1: 这些位在相应引脚用作地址线时无效。

寄存器 25-1: PMCON: 并行端口控制寄存器 (续)

bit 1 **WRSP:** 写选通极性位
对于从模式和主模式 2 (PMMODE<9:8> = 00、01 和 10):
1 = 写选通高电平有效 (PMWR)
0 = 写选通低电平有效 (PMWR)
对于主模式 1 (PMMODE<9:8> = 11):
1 = 使能选通高电平有效 (PMENB)
0 = 使能选通低电平有效 (PMENB)

bit 0 **RDSP:** 读选通极性位
对于从模式和主模式 2 (PMMODE<9:8> = 00、01 和 10):
1 = 读选通高电平有效 (PMRD)
0 = 读选通低电平有效 (PMRD)
对于主模式 1 (PMMODE<9:8> = 11):
1 = 读 / 写选通高电平有效 (PMRD/PMWR)
0 = 读 / 写选通低电平有效 (PMRD/PMWR)

注 1: 这些位在相应引脚用作地址线时无效。

寄存器 25-2: PMMODE: 并行端口模式寄存器

R-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0	
BUSY		IRQM<1:0>		INCM<1:0>		MODE16		MODE<1:0>					
bit 15												bit 8	
R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0	
WAITB<1:0> ⁽¹⁾				WAITM<3:0>						WAITE<1:0> ⁽¹⁾			
bit 7												bit 0	

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 15 **BUSY:** 忙位 (仅限主模式)
 1 = 端口处于忙状态 (当处理器停止工作时无用)
 0 = 端口未处于忙状态
- bit 14-13 **IRQM<1:0>:** 中断请求模式位
 11 = 当对读缓冲器 3 执行读操作或对写缓冲器 3 执行写操作时产生中断 (缓冲 PSP 模式),
 或者当 PMA<1:0> = 11 (仅限可寻址 PSP 模式) 时的读 / 写操作时产生中断
 10 = 不产生中断, 处理器停止工作
 01 = 读 / 写周期末尾产生中断
 00 = 不产生中断
- bit 12-11 **INCM<1:0>:** 递增模式位
 11 = PSP 读和写缓冲器自动递增 (仅限传统 PSP 模式)
 10 = 每个读 / 写周期 ADDR<10:0> 减 1
 01 = 每个读 / 写周期 ADDR<10:0> 加 1
 00 = 无地址递增或递减
- bit 10 **MODE16:** 8/16 位模式位
 1 = 16 位模式: 数据寄存器为 16 位, 对数据寄存器执行读或写操作调用两次 8 位传输
 0 = 8 位模式: 数据寄存器为 8 位, 对数据寄存器执行读或写操作调用一次 8 位传输
- bit 9-8 **MODE<1:0>:** 并行端口模式选择位
 11 = 主模式 1 (PMCS1、PMRD/PMWR、PMENB、PMBE、PMA<x:0> 和 PMD<7:0>)
 10 = 主模式 2 (PMCS1、PMRD、PMWR、PMBE、PMA<x:0> 和 PMD<7:0>)
 01 = 增强型 PSP, 控制信号 (PMRD、PMWR、PMCS1、PMD<7:0> 和 PMA<1:0>)
 00 = 传统并行从端口, 控制信号 (PMRD、PMWR、PMCS1 和 PMD<7:0>)
- bit 7-6 **WAITB<1:0>:** 数据建立读 / 写等待状态配置位 ⁽¹⁾
 11 = 数据等待 4 个 Tcy; 复用地址阶段等待 4 个 Tcy
 10 = 数据等待 3 个 Tcy; 复用地址阶段等待 3 个 Tcy
 01 = 数据等待 2 个 Tcy; 复用地址阶段等待 2 个 Tcy
 00 = 数据等待 1 个 Tcy; 复用地址阶段等待 1 个 Tcy
- bit 5-2 **WAITM<3:0>:** 读字节使能选通等待状态配置位
 1111 = 等待额外 15 个 Tcy
 .
 .
 .
 0001 = 等待额外 1 个 Tcy
 0000 = 无额外等待周期 (强制操作在 1 个 Tcy 内执行)
- bit 1-0 **WAITE<1:0>:** 选通后数据保持等待状态配置位 ⁽¹⁾
 11 = 等待 4 个 Tcy
 10 = 等待 3 个 Tcy
 01 = 等待 2 个 Tcy
 00 = 等待 1 个 Tcy

注 1: 只要 WAITM3:WAITM0 = 0000, WAITB 和 WAITE 位就被忽略。

寄存器 25-3: PMADDR: 并行端口地址寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADDR15	CS1	ADDR<13:8>					
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADDR<7:0>							
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15 **ADDR15:** 并行端口目标地址位
bit 14 **CS1:** 片选 1 位
 1 = 片选 1 有效
 0 = 片选 1 无效
bit 13-0 **ADDR13:ADDR0:** 并行端口目标地址位

寄存器 25-4: PMAEN: 并行端口使能寄存器

U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	PTEN14	—	—	—	PTEN<10:8> ⁽¹⁾		
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PTEN<7:2> ⁽¹⁾						PTEN<1:0>	
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 15 未实现: 读为 0
bit 14 **PTEN14:** PMCS1 选通使能位
 1 = PMA14 作为 PMA<14> 位或 PMCS1
 0 = PMA14 引脚作为端口 I/O
bit 13-11 未实现: 读为 0
bit 10-2 **PTEN<10:2>:** PMP 地址端口使能位 ⁽¹⁾
 1 = PMA<10:2> 作为 PMP 地址线
 0 = PMA<10:2> 作为端口 I/O
bit 1-0 **PTEN<1:0>:** PMALH/PMALL 选通使能位
 1 = PMA1 和 PMA0 作为 PMA<1:0> 或 PMALH 和 PMALL
 0 = PMA1 和 PMA0 引脚作为端口 I/O

注 1: 28 引脚器件不具有 PMA<10:2>。

寄存器 25-5: PMSTAT: 并行端口状态寄存器

R-0	R/W-0, HS	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
IBF	IBOV	—	—	IB3F	IB2F	IB1F	IB0F
bit 15							bit 8

R-1	R/W-0, HS	U-0	U-0	R-1	R-1	R-1	R-1
OBE	OBUF	—	—	OB3E	OB2E	OB1E	OB0E
bit 7							bit 0

图注: HS = 用硬件置 1 位
R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 时的值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 15 **IBF:** 输入缓冲器满状态位
1 = 所有可写输入缓冲寄存器均已满
0 = 部分或所有可写输入缓冲寄存器为空
- bit 14 **IBOV:** 输入缓冲器溢出状态位
1 = 尝试对已满的输入字节寄存器进行写操作 (必须用软件清零)
0 = 未发生溢出
- bit 13-12 **未实现:** 读为 0
- bit 11-8 **IB3F:IB0F:** 输入缓冲器 x 状态满位
1 = 输入缓冲器包含尚未读取的数据 (读缓冲器将清零该位)
0 = 输入缓冲器不包含任何未读数据
- bit 7 **OBE:** 输出缓冲器空状态位
1 = 所有可读输出缓冲寄存器均为空
0 = 部分或所有可读输出缓冲寄存器已满
- bit 6 **OBUF:** 输出缓冲器下溢状态位
1 = 对空输出字节寄存器执行读操作 (必须用软件清零)
0 = 未发生下溢
- bit 5-4 **未实现:** 读为 0
- bit 3-0 **OB3E:OB0E:** 输出缓冲器 x 状态空位
1 = 输出缓冲器为空 (向缓冲器写数据将清零该位)
0 = 输出缓冲器包含尚未发送的数据

寄存器 25-6: PADCFG1: 焊垫配置控制寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	—	RTSECSEL ⁽¹⁾	PMPTTL
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 15-2 未实现: 读为 0

bit 1 **RTSECSEL:** RTCC 秒时钟输出选择位 ⁽¹⁾

1 = 为 RTCC 引脚选择了 RTCC 秒时钟

0 = 为 RTCC 引脚选择了 RTCC 闹钟脉冲

bit 0 **PMPTTL:** PMP 模块 TTL 输入缓冲器选择位

1 = PMP 模块使用 TTL 输入缓冲器

0 = PMP 模块使用施密特触发输入缓冲器

注 1: 要启用实际 RTCC 输出, RTCOE (RCFGCAL) 位必须置 1。

注:

26.0 特殊功能

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》中的相关章节，该文档可从 Microchip 网站（www.microchip.com）下载。

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件具有几项特殊的功能旨在最大限度地提高应用的灵活性和可靠性，并通过减少外部组件的使用将成本降至最低。提供的特殊功能包括：

- 灵活的配置
- 看门狗定时器（WDT）
- 代码保护和 CodeGuard™ 安全性
- JTAG 边界扫描接口
- 在线串行编程（ICSP™）
- 在线仿真

26.1 配置位

可以通过对配置位编程（读为 0）或不编程（读为 1）来选择不同的器件配置。这些配置位被映射到程序存储器以 0xF80000 开始的单元中。

表 26-2 给出了 FBS、FGS、FOSCSEL、FOSC、FWDT 和 FPOR 配置寄存器中各个配置位的说明。

注意，地址 0xF80000 超出了用户程序存储空间。它属于只能使用表读和表写访问的配置存储空间（0x800000-0xFFFFF）。

所有器件配置寄存器的高字节应该总为 1111 1111。这使得当远程事件意外执行这些存储单元时将其作为 NOP 指令来执行。由于没有在相应的存储单元中实现这些配置位，因此向这些存储单元写入 1 不会影响器件工作。

为了避免在代码执行期间配置被意外改变，所有的可编程配置位只可被写入一次。在上电周期内对位进行初始化编程之后就不能再次写入该位了。改变器件的配置需要对器件重复上电。

器件配置寄存器的映射如表 26-1 所示。

表 26-1: 器件配置寄存器的映射

地址	名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0xF80000	FBS	RBS<1:0>		—	—	BSS<2:0>			BWRP
0xF80002	FSS	RSS<1:0>		—	—	SSS<2:0>			SWRP
0xF80004	FGS	—	—	—	—	—	GSS<1:0>		GWRP
0xF80006	FOSCSEL	IESO	—	—	—		FNOSC<2:0>		
0xF80008	FOSC	FCKSM<1:0>		IOL1WAY	—	—	OSCIOFNC	POSCMD<1:0>	
0xF8000A	FWDT	FWDTEN	WINDIS	—	WDTPRE	WDTPOST<3:0>			
0xF8000C	FPOR	—	—	—	ALTI2C	—	FPWRT<2:0>		
0xF8000E	FICD	BKBUG	COE	JTAGEN	—	—	—	ICS<1:0>	
0xF80010	FUID0	用户部件 ID 字节 0							
0xF80012	FUID1	用户部件 ID 字节 1							
0xF80014	FUID2	用户部件 ID 字节 2							
0xF80016	FUID3	用户部件 ID 字节 3							

表 26-2: dsPIC33F 配置位的说明

位域	寄存器	说明
BWRP	FBS	引导段程序闪存写保护 1 = 引导段可写 0 = 引导段被写保护
BSS<2:0>	FBS	引导段程序闪存代码保护大小 X11 = 无引导程序闪存段 引导空间为 1K 指令字（中断向量除外） 110 = 标准安全性；引导程序闪存段结束于 0x0007FE 010 = 高安全性；引导程序闪存段结束于 0x0007FE 引导空间为 4K 指令字（中断向量除外） 101 = 标准安全性；引导程序闪存段结束于 0x001FFE 001 = 高安全性；引导程序闪存段结束于 0x001FFE 引导空间为 8K 指令字（中断向量除外） 100 = 标准安全性；引导程序闪存段结束于 0x003FFE 000 = 高安全性；引导程序闪存段结束于 0x003FFE
RBS<1:0> ⁽¹⁾	FBS	引导段 RAM 代码保护大小 11 = 未定义引导 RAM 10 = 引导 RAM 为 128 字节 01 = 引导 RAM 为 256 字节 00 = 引导 RAM 为 1024 字节
SWRP	FSS	安全段程序闪存写保护位 1 = 安全段可写 0 = 安全段被写保护
SSS<2:0>	FSS	安全段程序闪存代码保护大小 (安全段在 32K 器件上未实现) X11 = 无安全程序闪存段 安全空间为 4K 指令字减去 BS 大小 110 = 标准安全性；安全程序闪存段开始于 BS 末端，结束于 0x001FFE 010 = 高安全性；安全程序闪存段开始于 BS 末端，结束于 0x001FFE 安全空间为 8K 指令字减去 BS 大小 101 = 标准安全性；安全程序闪存段开始于 BS 末端，结束于 0x003FFE 001 = 高安全性；安全程序闪存段开始于 BS 末端，结束于 0x003FFE 安全空间为 16K 指令字减去 BS 大小 100 = 标准安全性；安全程序闪存段开始于 BS 末端，结束于 007FFFEh 000 = 高安全性；安全程序闪存段开始于 BS 末端，结束于 0x007FFE
RSS<1:0> ⁽¹⁾	FSS	安全段 RAM 代码保护 10 = 未定义安全 RAM 10 = 安全 RAM 为 256 字节减去 BS RAM 大小 01 = 安全 RAM 为 2048 字节减去 BS RAM 大小 00 = 安全 RAM 为 4096 字节减去 BS RAM 大小

注 1: RAM 代码保护仅在 64K 和 128K 器件上可用，在 32K 器件上未实现。

表 26-2: dsPIC33F 配置位的说明 (续)

位域	寄存器	说明
GSS<1:0>	FGS	通用段代码保护位 11 = 用户程序存储器不被代码保护 10 = 标准安全性 0x = 高安全性
GWRP	FGS	通用段写保护位 1 = 用户程序存储器不被写保护 0 = 用户程序存储器被写保护
IESO	FOSCSEL	双速振荡器启动使能位 1 = 使用 FRC 启动器件, 然后自动切换到就绪的用户选择的振荡器源 0 = 使用用户选择的振荡器源启动器件
FNOSC<2:0>	FOSCSEL	初始振荡器源选择位 111 = 带后分频器的内部快速 RC (FRC) 振荡器 110 = 带 16 分频的内部快速 RC (FRC) 振荡器 101 = LPRC 振荡器 100 = 辅助 (LP) 振荡器 011 = 带 PLL 的主 (XT、HS 或 EC) 振荡器 010 = 主 (XT、HS 或 EC) 振荡器 001 = 带 PLL 的内部快速 RC (FRC) 振荡器 000 = FRC 振荡器
FCKSM<1:0>	FOSC	时钟切换模式位 1x = 禁止时钟切换, 禁止故障保护时钟监视器 01 = 使能时钟切换, 禁止故障保护时钟监视器 00 = 使能时钟切换, 使能故障保护时钟监视器
IOL1WAY	FOSC	外设引脚选择配置 1 = 只允许一次重新配置 0 = 允许多次重新配置
OSCIOFNC	FOSC	OSC2 引脚功能位 (XT 和 HS 模式除外) 1 = OSC2 为时钟输出 0 = OSC2 为通用数字 I/O 引脚
POSCMD<1:0>	FOSC	主振荡器模式选择位 11 = 禁止主振荡器 10 = HS 晶振模式 01 = XT 晶振模式 00 = EC (外部时钟) 模式
FWDTEN	FWDT	看门狗定时器使能位 1 = 始终使能看门狗定时器 (不能禁止 LPRC 振荡器。将 RCON 寄存器中的 SWDTEN 位清零不会产生任何影响。) 0 = 通过用户软件使能/禁止看门狗定时器 (可通过清零 RCON 寄存器中的 SWDTEN 位来禁止 LPRC)
WINDIS	FWDT	看门狗定时器窗口使能位 1 = 非窗口模式下的看门狗定时器 0 = 窗口模式下的看门狗定时器
WDTPRE	FWDT	看门狗定时器预分频比位 1 = 1:128 0 = 1:32

注 1: RAM 代码保护仅在 64K 和 128K 器件上可用, 在 32K 器件上未实现。

表 26-2: dsPIC33F 配置位的说明 (续)

位域	寄存器	说明
WDTPOST<3:0>	FWDTP	看门狗定时器后分频比位 1111 = 1:32,768 1110 = 1:16,384 • • • 0001 = 1:2 0000 = 1:1
FPWRT<2:0>	FPOR	上电复位定时器值选择位 111 = PWRT = 128 ms 110 = PWRT = 64 ms 101 = PWRT = 32 ms 100 = PWRT = 16 ms 011 = PWRT = 8 ms 010 = PWRT = 4 ms 001 = PWRT = 2 ms 000 = PWRT = 禁止
ALT _{I2C}	FPOR	备用 I ² C™ 引脚 1 = I ² C 被映射到 SDA1/SCL1 引脚 0 = I ² C 被映射到 ASDA1/ASCL1 引脚
BKBUG	FICD	后台调试使能位 1 = 器件将在用户模式下复位 0 = 器件将在调试模式下复位
COE	FICD	调试器 / 仿真器使能位 1 = 器件将在工作模式下复位 0 = 器件将在 Clip-On 仿真模式下复位
JTAGEN	FICD	JTAG 使能位 1 = 使能 JTAG 0 = 禁止 JTAG
ICS<1:0>	FICD	ICD 通信通道选择位 11 = PGC1/EMUC1 和 PGD1/EMUD1 上的通信 10 = PGC2/EMUC2 和 PGD2/EMUD2 上的通信 01 = PGC3/EMUC3 和 PGD3/EMUD3 上的通信 00 = 保留, 不要使用

注 1: RAM 代码保护仅在 64K 和 128K 器件上可用, 在 32K 器件上未实现。

26.2 片上稳压器

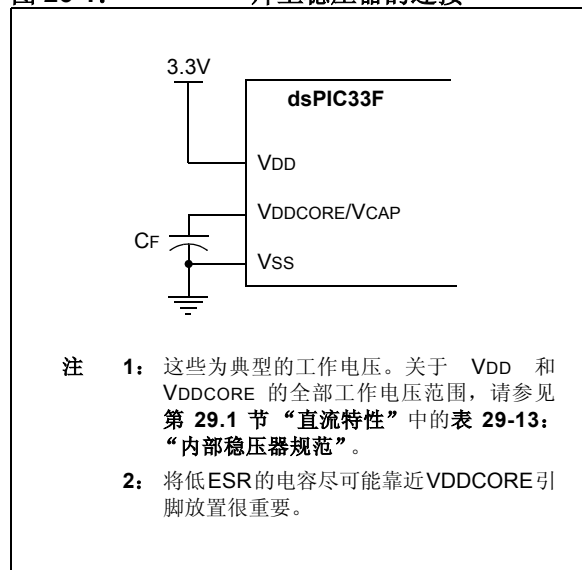
所有的 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件使用标称值为 2.5V 的电压为其内核数字逻辑供电。对于需要工作在一个更高的典型电压值如 3.3V 的设计中，这可能会产生冲突。为简化系统设计，dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列中的所有器件均包含一个片上稳压器，可使器件内核逻辑在 VDD 下工作。

稳压器通过其他 VDD 引脚向内核供电。当使能了稳压器时，必须将一个低 ESR（小于 5 欧姆）电容（如钽电容或陶瓷电容）连接到 VDDCORE/VCAP 引脚（图 26-1）。这可帮助维持稳压器的稳定性。滤波电容的推荐值在第 29.1 节“直流特性”的表 29-13 中提供。

注： 将低 ESR 的电容尽可能靠近 VDDCORE 引脚放置很重要。

在 POR 时，片上稳压器需要约 20 μ s 的时间产生输出电压。这段时间被称为 TSTARTUP，在这期间禁止代码执行。在每次掉电后器件恢复工作的过程中都将有一段 TSTARTUP 时间。

图 26-1: 片上稳压器的连接⁽¹⁾



26.3 BOR: 欠压复位

欠压复位（BOR）模块是基于内部参考电压电路的，该电路监视经过稳压的供电电压 VDDCORE。BOR 模块的主要用途是在发生欠压条件时产生器件复位。欠压条件通常由交流电源线上的干扰信号（例如，由于电源传输线路不良造成的交流周期波形部分丢失，或者由于接入大感性负载时电流消耗过大造成电压下降）产生。

BOR 将产生复位器件的复位脉冲。BOR 会根据器件配置位（FNOSC<2:0> 和 POSCMD<1:0>）的值选择时钟源。

如果选择了振荡器模式，BOR 将激活振荡器起振定时器（OST）。系统时钟将保持到 OST 超时。如果使用了 PLL，则时钟将被保持到 LOCK 位（OSCCON<5>）置 1。

同时，将在内部复位释放前应用 PWRT 延时（TPWRT）。如果 TPWRT = 0 且使用了晶振，那么会应用 TFSCM = 100 的标称延时。这种情况下总的延时为 TFSCM。

BOR 状态位（RCON<1>）将置 1，以表明发生了 BOR。BOR 电路将在休眠或空闲模式下继续工作，当 Vdd 下降到 BOR 门限电压以下时将复位器件。

26.4 看门狗定时器 (WDT)

对于 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件，WDT 由 LPRC 振荡器驱动。当使能 WDT 时，时钟源也将使能。

26.4.1 预分频器 / 后分频器

由 LPRC 提供的 WDT 时钟源的频率标称值为 32 kHz。这一频率的信号可以输入给可配置为 5 位 (32 分频) 或 7 位 (128 分频) 操作的预分频器。预分频比由 WDTPRE 配置位设置。使用 32 kHz 输入，预分频器在 5 位模式下将产生一个 1 ms 的标称 WDT 超时周期 (TwDT)，或在 7 位模式下超时周期为 4 ms。

分频比可变的后分频器对 WDT 预分频器的输出进行分频，并扩展超时周期范围。后分频比由 WDTPOST<3:0> 配置位 (FWDT<3:0>) 控制，该配置位共允许选择 16 种设置，从 1:1 到 1:32,768。使用预分频器和后分频器，可以使超时周期的范围扩展到 1 ms 至 131 秒。

WDT、预分频器和后分频器在以下条件下复位：

- 任何器件复位时
- 在完成时钟切换后，无论时钟切换是由软件（即，在更改 NOSC 位后将 OSWEN 位置 1）引起还是由硬件（即，故障保护时钟监视器）引起的
- 当执行 PWRSAV 指令时（即，进入休眠或空闲模式）
- 当器件退出休眠或空闲模式恢复正常工作时
- 当在正常执行过程中使用 CLRWDT 指令时

注： 执行 CLRWDT 和 PWRSAV 指令会将预分频器和后分频器的计数值清零。

26.4.2 休眠和空闲模式

如果使能 WDT，它将在休眠或空闲模式下继续运行。当发生 WDT 超时，将唤醒器件并且代码将继续从 PWRSAV 指令处开始执行。当器件唤醒后，需要用软件将相应的 SLEEP 或 IDLE 位 (RCON<3,2>) 清零。

26.4.3 使能 WDT

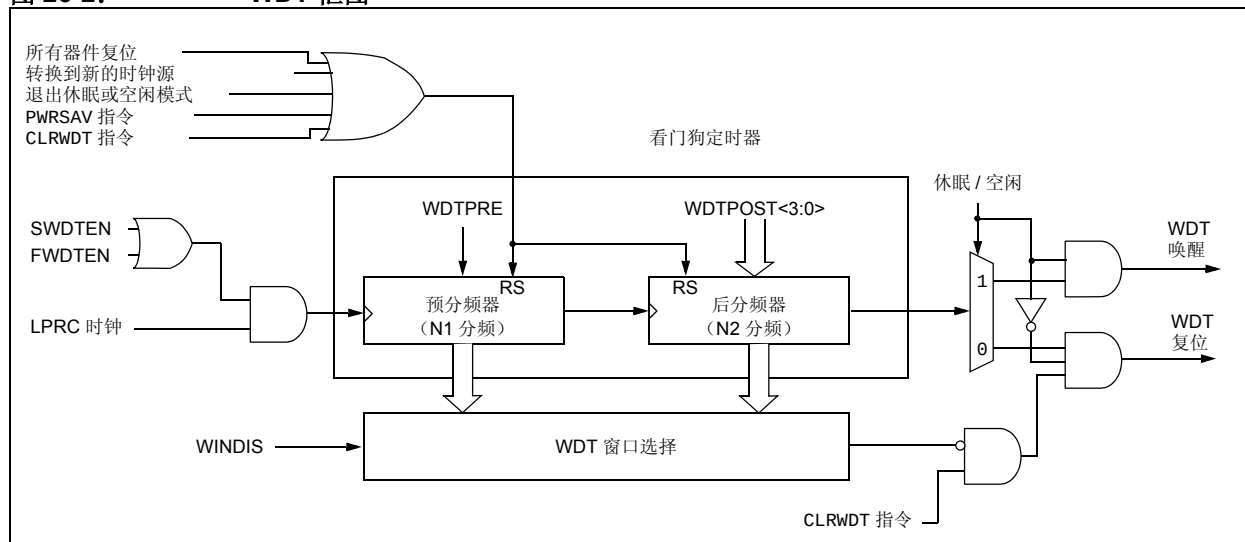
WDT 的使能或禁止由 FWDT 配置寄存器中的 FWDTEN 配置位控制。当 FWDTEN 配置位置 1 时，WDT 始终是使能的。

当 FWDTEN 配置位被编程为 0 时，可以选择用软件控制 WDT。通过将 SWDTEN 控制位 (RCON<5>) 置 1 用软件使能 WDT。SWDTEN 控制位在任何器件复位时清零。软件 WDT 选项允许用户应用程序在关键代码段使能 WDT 并在非关键代码段禁止 WDT，从而最大限度地降低功耗。

注： 如果 WINDIS 位 (FWDT<6>) 清零，CLRWDT 指令应仅在 WDT 周期的最后 1/4 中被应用软件执行。该 CLRWDT 窗口可通过使用定时器确定。如果在该窗口之前执行 CLRWDT 指令，将会使 WDT 复位。

WDT 标志位 WDTO (RCON<4>) 不会在 WDT 超时后自动清零。要检测后面的 WDT 事件，必须用软件将该标志位清零。

图 26-2: WDT 框图



26.5 JTAG 接口

dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件实现了一个 JTAG 接口，该接口支持边界扫描器件测试以及在线编程。关于该接口的详细信息将会在以后的文档版本中提供。

注： 请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的**第 24 章“编程和诊断”**（DS70207A_CN）获得有关 JTAG 接口使用、配置和操作方面的更多信息。

26.6 在线串行编程

可以在最终应用电路中对 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件进行串行编程。只需要 5 根线即可实现这一操作，其中时钟线、数据线各一根，其余 3 根分别是电源线、接地线和编程电压线。串行编程允许用户在生产电路板时使用未编程器件，仅在产品交付之前才对数字信号控制器进行编程，从而可以使用最新版本的固件或者定制固件进行编程。请参见《dsPIC33F/PIC24H 闪存编程规范》（DS70152C_CN）文档了解有关在线串行编程（ICSP）的详细信息。

可使用 3 对编程时钟 / 数据引脚中的任意一对：

- PGC1/EMUC1 和 PGD1/EMUD1
- PGC2/EMUC2 和 PGD2/EMUD2
- PGC3/EMUC3 和 PGD3/EMUD3

26.7 在线调试器

当选择 MPLAB[®] ICD 2 作为调试器时，使能在线调试功能。该功能允许与 MPLAB IDE 配合使用进行简单的调试。通过 EMUCx（仿真 / 调试时钟）和 EMUDx（仿真 / 调试数据）引脚功能控制调试功能。

可使用 3 对调试时钟 / 数据引脚中的任意一对：

- PGC1/EMUC1 和 PGD1/EMUD1
- PGC2/EMUC2 和 PGD2/EMUD2
- PGC3/EMUC3 和 PGD3/EMUD3

要使用器件的在线调试功能，就必须在设计中正确对 MCLR、V_{DD}、V_{SS}、PGC、PGD 和 EMUDx/EMUCx 引脚对进行 ICSP 连接。此外，当使能该功能时，某些资源就不能用于一般用途了。这些资源包括数据 RAM 的前 80 字节和两个 I/O 引脚。

26.8 代码保护和 CodeGuard™ 安全性

dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件提供了支持 BS、SS 和 GS 的 CodeGuard 安全性的高级实现，而 dsPIC33FJ32GP302/304 器件则提供了仅支持 BS 和 GS 的 CodeGuard 安全性的中等实现。CodeGuard 安全性允许多方安全地共用单个芯片上的资源（存储器、中断和外设）。这一功能有助于在协同系统设计中保护各方的知识产权（Intellectual Property, IP）。

CodeGuard 安全性与软件加密函数库配合使用时，即使在单个芯片上存在多个知识产权（IP），也可以使用 CodeGuard 安全性来安全地更新闪存。代码保护功能随所实现的实际 dsPIC33F 的不同而有所不同。后续章节将对这些功能进行概述。

安全段和 RAM 保护在 dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 器件上实现。dsPIC33FJ32GP302/304 器件不支持安全段和 RAM 保护。

注： 请参见《dsPIC33F 系列参考手册》的**第 23 章“CodeGuard™ 安全性”**（DS70199A_CN）获得有关 CodeGuard 安全性使用、配置和操作方面的更多信息。

表 26-3: 32 KB 器件的代码闪存安全段大小

配置位	BSS<2:0> = x11 0K		BSS<2:0> = x10 1K		BSS<2:0> = x01 4K		BSS<2:0> = x00 8K	
SSS<2:0> = x11 0K	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x0057FEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x0057FEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x0057FEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x0057FEh
	BS = 768 IW		BS = 768 IW		BS = 3840 IW		BS = 7936 IW	
	GS = 11008 IW		GS = 10240 IW		GS = 7168 IW		GS = 3072 IW	
		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh

表 26-4: 64 KB 器件的代码闪存安全段大小

配置位	BSS<2:0> = x11 0K		BSS<2:0> = x10 1K		BSS<2:0> = x01 4K		BSS<2:0> = x00 8K	
SSS<2:0> = x11 0K	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh
	BS = 768 IW		BS = 768 IW		BS = 3840 IW		BS = 7936 IW	
	GS = 21760 IW		GS = 20992 IW		GS = 17920 IW		GS = 13824 IW	
		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh
SSS<2:0> = x10 4K	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh
	SS = 3840 IW		SS = 3072 IW		BS = 3840 IW		BS = 7936 IW	
	GS = 17920 IW		GS = 17920 IW		GS = 17920 IW		GS = 13824 IW	
		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh
SSS<2:0> = x01 8K	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh
	SS = 7936 IW		SS = 7168 IW		BS = 3840 IW		BS = 7936 IW	
	GS = 13824 IW		GS = 13824 IW		SS = 4096 IW		GS = 13824 IW	
		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh
SSS<2:0> = x00 16K	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh	VS = 256 IW	0x000000h 0x0001FEh 0x000200h 0x0007FEh 0x000800h 0x001FFEh 0x002000h 0x003FFEh 0x004000h 0x007FFEh 0x008000h 0x00ABFEh
	BS = 768 IW		BS = 768 IW		BS = 3840 IW		BS = 7936 IW	
	SS = 16128 IW		SS = 15360 IW		SS = 12288 IW		SS = 8192 IW	
	GS = 5632 IW		GS = 5632 IW		GS = 5632 IW		GS = 5632 IW	
		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh		0x0157FEh

表 26-5: 128 KB 器件的代码闪存安全段大小

配置位	BSS<2:0> = x11 0K	BSS<2:0> = x10 1K	BSS<2:0> = x01 4K	BSS<2:0> = x00 8K
SSS<2:0> = x11 0K	VS = 256 IW GS = 43776 IW	VS = 256 IW BS = 768 IW GS = 43008 IW	VS = 256 IW BS = 3840 IW GS = 39936 IW	VS = 256 IW BS = 7936 IW GS = 35840 IW
SSS<2:0> = x10 4K	VS = 256 IW SS = 3840 IW GS = 39936 IW	VS = 256 IW BS = 768 IW SS = 3072 IW GS = 39936 IW	VS = 256 IW BS = 3840 IW GS = 39936 IW	VS = 256 IW BS = 7936 IW GS = 35840 IW
SSS<2:0> = x01 8K	VS = 256 IW SS = 7936 IW GS = 35840 IW	VS = 256 IW BS = 768 IW SS = 7168 IW GS = 35840 IW	VS = 256 IW BS = 3840 IW SS = 4096 IW GS = 35840 IW	VS = 256 IW BS = 7936 IW GS = 35840 IW
SSS<2:0> = x00 16K	VS = 256 IW SS = 16128 IW GS = 27648 IW	VS = 256 IW BS = 768 IW SS = 15360 IW GS = 27648 IW	VS = 256 IW BS = 3840 IW SS = 12288 IW GS = 27648 IW	VS = 256 IW BS = 7936 IW SS = 8192 IW GS = 27648 IW

27.0 指令集汇总

注： 本数据手册总结了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的功能。但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。如需了解本数据手册的补充信息，请参见《dsPIC33F 系列参考手册》中的相关章节，该文档可从 Microchip 网站 (www.microchip.com) 下载。

dsPIC33F 系列器件的指令集与 dsPIC30F 系列器件的指令集相同。

大部分指令的长度为一个程序存储字 (24 位)。只有三条指令需要两个程序存储单元。

每一条单字指令长 24 位，分为一个指定指令类型的 8 位操作码和进一步指定指令操作的一个或多个操作数。

指令集是高度正交的，分为 5 个基本类别：

- 针对字或字节的操作
- 针对位的操作
- 立即数操作
- DSP 操作
- 控制操作

表 27-1 给出了在说明指令时使用的通用符号。

表 27-2 是 dsPIC33F 指令集汇总，它列出了所有指令，以及每条指令影响的状态标志位。

大多数针对字或字节的 W 寄存器指令（包括桶形移位指令）有三个操作数：

- 第一个源操作数通常是寄存器 Wb，不带任何地址修改量
- 第二个源操作数通常是寄存器 Ws，带或不带地址修改量
- 运算结果的目标寄存器，通常是寄存器 Wd，带或不带地址修改量

不过，针对字或字节的文件寄存器指令只有两个操作数：

- 文件寄存器，由 f 值指定
- 目标寄存器，可以是文件寄存器 f 或 W0 寄存器（用 WREG 表示）

大多数位操作类指令（包括简单的循环 / 移位指令）有两个操作数：

- W 寄存器（带或不带地址修改量）或文件寄存器（由 Ws 或 f 的值指定）
- W 寄存器或文件寄存器中的位（由一个立即数指定，或者由寄存器 Wb 的内容间接指定）

涉及数据传送的立即数指令，可以使用下列操作数：

- 要被装入到 W 寄存器或文件寄存器中的立即数（由 k 指定）
- 要装入立即数的 W 寄存器或文件寄存器（由 Wb 或 f 指定）

然而，涉及算术或逻辑运算的立即数指令，使用如下的操作数：

- 第一个源操作数是寄存器 Wb，不带任何地址修改量
- 第二个源操作数是立即数
- 存放操作结果的目标寄存器（仅在与第一个源操作数不同时）通常是寄存器 Wd（带或不带地址修改量）

MAC 类 DSP 指令可使用下列操作数：

- 要使用的累加器（A 或 B）（必需的操作数）
- 要用作两个操作数的 W 寄存器
- X 和 Y 地址空间预取操作
- X 和 Y 地址空间预取目标寄存器
- 累加器回写目标寄存器

与乘法无关的其他 DSP 指令使用的操作数可能包括：

- 要使用的累加器（必需）
- 源操作数或目标操作数（分别由 Wso 或 Wdo 指定），带或不带地址修改量
- 移位位数，由 W 寄存器 Wn 或立即数指定

控制指令可以使用下列操作数：

- 程序存储地址
- 表读和表写指令的模式

大多数指令都是单字指令。双字指令之所以是双字长的（48 位），是因为要用 48 位来提供所需信息。在第二个字中，8 个 MSb 全为 0。如果指令自身把第二个字当作一条指令来执行的话，它将作为一条 NOP 指令来执行。

双字指令执行需要两个指令周期。

大多数单字长指令都在一个指令周期内执行，除非条件测试为真或者指令执行结果改变了程序计数器。对于上述两种特殊情况，指令执行需要两个指令周期，在第二个指令周期中执行一条 NOP 指令。值得注意的例外是

BRA（无条件 / 计算转移）、间接 CALL/GOTO、所有的表读和表写以及 RETURN/RETFIE 指令，它们是单字长指令，但执行需要两个或三个周期。某些与跳过后续指令有关的指令，如果要执行跳过的话，可能需要两个或三个周期，这取决于被跳过的指令是单字还是双字指令。此外，双字传送需要两个周期。

注： 有关指令集的更多详细信息，请参见《dsPIC30/33F 程序员参考手册》（DS70157B CN）。

表 27-1: 操作码说明中使用的符号

字段	说明
#text	表示由 text 定义的立即数
(text)	表示 text 的内容
[text]	表示由 text 寻址的存储单元
{ }	可选字段或操作
<n:m>	寄存器位域
.b	字节模式选择
.d	双字模式选择
.S	影子寄存器选择
.w	字模式选择（默认）
Acc	两个累加器 {A, B} 之一
AWB	累加器回写目标地址寄存器 $\in \{W13, [W13]+2\}$
bit4	4 位位选择字段（用于字寻址指令） $\in \{0...15\}$
C, DC, N, OV, Z	MCU 状态位：进位、半进位、负、溢出和全零标志位
Expr	绝对地址、标号或表达式（由链接器解析）
f	文件寄存器地址 $\in \{0x0000...0x1FFF\}$
lit1	1 位无符号立即数 $\in \{0,1\}$
lit4	4 位无符号立即数 $\in \{0...15\}$
lit5	5 位无符号立即数 $\in \{0...31\}$
lit8	8 位无符号立即数 $\in \{0...255\}$
lit10	10 位无符号立即数，对于字节模式， $\in \{0...255\}$ ；对于字模式， $\in \{0:1023\}$
lit14	14 位无符号立即数 $\in \{0...16384\}$
lit16	16 位无符号立即数 $\in \{0...65535\}$
lit23	23 位无符号立即数 $\in \{0...8388608\}$ ；LSb 必须为 0
None	字段无需内容，可为空
OA, OB, SA, SB	DSP 状态位：ACCA 溢出、ACCB 溢出、ACCA 饱和和 ACCB 饱和
PC	程序计数器
Slit10	10 位有符号立即数 $\in \{-512...511\}$
Slit16	16 位有符号立即数 $\in \{-32768...32767\}$
Slit6	6 位有符号立即数 $\in \{-16...16\}$
Wb	基本 W 寄存器 $\in \{W0..W15\}$
Wd	目标 W 寄存器 $\in \{Wd, [Wd], [Wd++], [Wd--], [++Wd], [--Wd]\}$
Wdo	目标 W 寄存器 $\in \{Wnd, [Wnd], [Wnd++], [Wnd--], [++Wnd], [--Wnd], [Wnd+Wb]\}$
Wm,Wn	被除数和除数工作寄存器对（直接寻址）
Wm*Wm	用于平方指令的被乘数和乘数工作寄存器对 $\in \{W4 * W4, W5 * W5, W6 * W6, W7 * W7\}$

表 27-1: 操作码说明中使用的符号 (续)

字段	说明
Wm*Wn	用于 DSP 指令的被乘数和乘数工作寄存器对 $\in \{W4 * W5, W4 * W6, W4 * W7, W5 * W6, W5 * W7, W6 * W7\}$
Wn	16 个工作寄存器之一 $\in \{W0..W15\}$
Wnd	16 个目标工作寄存器之一 $\in \{W0..W15\}$
Wns	16 个源工作寄存器之一 $\in \{W0..W15\}$
WREG	W0 (文件寄存器指令中使用的工作寄存器)
Ws	源 W 寄存器 $\in \{Ws, [Ws], [Ws++] , [Ws--], [++Ws], [--Ws]\}$
Wso	源 W 寄存器 $\in \{Wns, [Wns], [Wns++] , [Wns--], [++Wns], [--Wns], [Wns+Wb]\}$
Wx	用于 DSP 指令的 X 数据空间预取地址寄存器 $\in \{[W8] + 6, [W8] + 4, [W8] + 2, [W8], [W8] - 6, [W8] - 4, [W8] - 2, [W9] + 6, [W9] + 4, [W9] + 2, [W9], [W9] - 6, [W9] - 4, [W9] - 2, [W9 + W12], \text{无}\}$
Wxd	用于 DSP 指令的 X 数据空间预取目标寄存器 $\in \{W4..W7\}$
Wy	用于 DSP 指令的 Y 数据空间预取地址寄存器 $\in \{[W10] + 6, [W10] + 4, [W10] + 2, [W10], [W10] - 6, [W10] - 4, [W10] - 2, [W11] + 6, [W11] + 4, [W11] + 2, [W11], [W11] - 6, [W11] - 4, [W11] - 2, [W11 + W12], \text{无}\}$
Wyd	用于 DSP 指令的 Y 数据空间预取目标寄存器 $\in \{W4..W7\}$

表 27-2: 指令集概述

基本指令编号	汇编助记符	汇编语法	说明	字数	周期数	影响的状态标志
1	ADD	ADD Acc	累加器相加	1	1	OA,OB,SA,SB
		ADD f	$f = f + WREG$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		ADD f, WREG	$WREG = f + WREG$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		ADD #lit10, Wn	$Wd = lit10 + Wd$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		ADD Wb, Ws, Wd	$Wd = Wb + Ws$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		ADD Wb, #lit5, Wd	$Wd = Wb + lit5$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		ADD Ws0, #Slit4, Acc	将 16 位有符号立即数加到累加器	1	1	OA,OB,SA,SB
2	ADDC	ADDC f	$f = f + WREG + (C)$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		ADDC f, WREG	$WREG = f + WREG + (C)$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		ADDC #lit10, Wn	$Wd = lit10 + Wd + (C)$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		ADDC Wb, Ws, Wd	$Wd = Wb + Ws + (C)$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		ADDC Wb, #lit5, Wd	$Wd = Wb + lit5 + (C)$	1	1	C,DC,N,OV,Z
3	AND	AND f	$f = f .AND. WREG$	1	1	N,Z
		AND f, WREG	$WREG = f .AND. WREG$	1	1	N,Z
		AND #lit10, Wn	$Wd = lit10 .AND. Wd$	1	1	N,Z
		AND Wb, Ws, Wd	$Wd = Wb .AND. Ws$	1	1	N,Z
		AND Wb, #lit5, Wd	$Wd = Wb .AND. lit5$	1	1	N,Z
4	ASR	ASR f	$f =$ 算术右移 f	1	1	C,N,OV,Z
		ASR f, WREG	$WREG =$ 算术右移 f	1	1	C,N,OV,Z
		ASR Ws, Wd	$Wd =$ 算术右移 Ws	1	1	C,N,OV,Z
		ASR Wb, Wns, Wnd	$Wnd =$ 将 Wb 算术右移 Wns 位	1	1	N,Z
		ASR Wb, #lit5, Wnd	$Wnd =$ 将 Wb 算术右移 lit5 位	1	1	N,Z
5	BCLR	BCLR f, #bit4	将 f 中的指定位清零	1	1	无
		BCLR Ws, #bit4	将 Ws 中的指定位清零	1	1	无
6	BRA	BRA C, Expr	如果有进位则转移	1	1 (2)	无
		BRA GE, Expr	如果大于或等于则转移	1	1 (2)	无
		BRA GEU, Expr	如果无符号大于或等于则转移	1	1 (2)	无
		BRA GT, Expr	如果大于则转移	1	1 (2)	无
		BRA GTU, Expr	如果无符号大于则转移	1	1 (2)	无
		BRA LE, Expr	如果小于或等于则转移	1	1 (2)	无
		BRA LEU, Expr	如果无符号小于或等于则转移	1	1 (2)	无
		BRA LT, Expr	如果小于则转移	1	1 (2)	无
		BRA LTU, Expr	如果无符号小于则转移	1	1 (2)	无
		BRA N, Expr	如果为负则转移	1	1 (2)	无
		BRA NC, Expr	如果没有进位则转移	1	1 (2)	无
		BRA NN, Expr	如果不为负则转移	1	1 (2)	无
		BRA NOV, Expr	如果未溢出则转移	1	1 (2)	无
		BRA NZ, Expr	如果不为零则转移	1	1 (2)	无
		BRA OA, Expr	如果累加器 A 溢出则转移	1	1 (2)	无
		BRA OB, Expr	如果累加器 B 溢出则转移	1	1 (2)	无
		BRA OV, Expr	如果溢出则转移	1	1 (2)	无
		BRA SA, Expr	如果累加器 A 饱和则转移	1	1 (2)	无
		BRA SB, Expr	如果累加器 B 饱和则转移	1	1 (2)	无
		BRA Expr	无条件转移	1	2	无
		BRA Z, Expr	如果为零则转移	1	1 (2)	无
		BRA Wn	计算转移	1	2	无
7	BSET	BSET f, #bit4	将 f 中的指定位置 1	1	1	无
		BSET Ws, #bit4	将 Ws 中的指定位置 1	1	1	无
8	BSW	BSW.C Ws, Wb	将 C 位内容写入 Ws<Wb>	1	1	无
		BSW.Z Ws, Wb	将 Z 位内容写入 Ws<Wb>	1	1	无
9	BTG	BTG f, #bit4	将 f 中的指定位翻转	1	1	无
		BTG Ws, #bit4	将 Ws 中的指定位翻转	1	1	无

表 27-2: 指令集概述 (续)

基本指令编号	汇编助记符	汇编语法	说明	字数	周期数	影响的状态标志
10	BTSC	BTSC $f, \#bit4$	对 f 中的指定位进行测试, 如果为零则跳过	1	1 (2 或 3)	无
		BTSC $Ws, \#bit4$	对 Ws 中的指定位进行测试, 如果为零则跳过	1	1 (2 或 3)	无
11	BTSS	BTSS $f, \#bit4$	对 f 中的指定位进行测试, 如果为 1 则跳过	1	1 (2 或 3)	无
		BTSS $Ws, \#bit4$	对 Ws 中的指定位进行测试, 如果为 1 则跳过	1	1 (2 或 3)	无
12	BTST	BTST $f, \#bit4$	对 f 中的指定位进行测试	1	1	Z
		BTST.C $Ws, \#bit4$	对 Ws 中的指定位进行测试, 并将其值存储到 C	1	1	C
		BTST.Z $Ws, \#bit4$	对 Ws 中的指定位进行测试, 并将其反码存储到 Z	1	1	Z
		BTST.C Ws, Wb	对 $Ws < Wb >$ 位进行测试, 并将其值存储到 C	1	1	C
		BTST.Z Ws, Wb	对 $Ws < Wb >$ 位进行测试, 并将其反码存储到 Z	1	1	Z
13	BTSTS	BTSTS $f, \#bit4$	对 f 中的指定位进行测试, 并将 f 中的该位置 1	1	1	Z
		BTSTS.C $Ws, \#bit4$	对 Ws 中的指定位进行测试, 并将其值存储到 C, 然后将 Ws 中的该位置 1	1	1	C
		BTSTS.Z $Ws, \#bit4$	对 Ws 中的指定位进行测试, 并将其反码存储到 Z, 然后将 Ws 中的该位置 1	1	1	Z
14	CALL	CALL $lit23$	调用子程序	2	2	无
		CALL Wn	间接调用子程序	1	2	无
15	CLR	CLR f	$f = 0x0000$	1	1	无
		CLR WREG	WREG = 0x0000	1	1	无
		CLR Ws	$Ws = 0x0000$	1	1	无
		CLR $Acc, Wx, Wxd, Wy, Wyd, AWB$	将累加器清零	1	1	OA, OB, SA, SB
16	CLRWDT	CLRWDT	将看门狗定时器清零	1	1	WDTO, Sleep
17	COM	COM f	$f = \bar{f}$	1	1	N, Z
		COM $f, WREG$	WREG = $\bar{f}$	1	1	N, Z
		COM Ws, Wd	$Wd = \bar{Ws}$	1	1	N, Z
18	CP	CP f	比较 f 和 WREG	1	1	C, DC, N, OV, Z
		CP $Wb, \#lit5$	比较 Wb 和 $lit5$	1	1	C, DC, N, OV, Z
		CP Wb, Ws	比较 Wb 和 Ws ($Wb - Ws$)	1	1	C, DC, N, OV, Z
19	CP0	CP0 f	比较 f 和 0x0000	1	1	C, DC, N, OV, Z
		CP0 Ws	比较 Ws 和 0x0000	1	1	C, DC, N, OV, Z
20	CPB	CPB f	带借位比较 f 和 WREG	1	1	C, DC, N, OV, Z
		CPB $Wb, \#lit5$	带借位比较 Wb 和 $lit5$	1	1	C, DC, N, OV, Z
		CPB Wb, Ws	带借位比较 Wb 和 Ws ($Wb - Ws - C$)	1	1	C, DC, N, OV, Z
21	CPSEQ	CPSEQ Wb, Wn	比较 Wb 和 Wn , 如果相等则跳过	1	1 (2 或 3)	无
22	CPSGT	CPSGT Wb, Wn	比较 Wb 和 Wn , 如果大于则跳过	1	1 (2 或 3)	无
23	CPSLT	CPSLT Wb, Wn	比较 Wb 和 Wn , 如果小于则跳过	1	1 (2 或 3)	无
24	CPSNE	CPSNE Wb, Wn	比较 Wb 和 Wn , 如果不相等则跳过	1	1 (2 或 3)	无
25	DAW	DAW Wn	$Wn =$ 十进制调整 Wn	1	1	C
26	DEC	DEC f	$f = f - 1$	1	1	C, DC, N, OV, Z
		DEC $f, WREG$	WREG = $f - 1$	1	1	C, DC, N, OV, Z
		DEC Ws, Wd	$Wd = Ws - 1$	1	1	C, DC, N, OV, Z
27	DEC2	DEC2 f	$f = f - 2$	1	1	C, DC, N, OV, Z
		DEC2 $f, WREG$	WREG = $f - 2$	1	1	C, DC, N, OV, Z
		DEC2 Ws, Wd	$Wd = Ws - 2$	1	1	C, DC, N, OV, Z
28	DISI	DISI $\#lit14$	在 k 个指令周期内禁止中断	1	1	无

表 27-2: 指令集概述 (续)

基本指令编号	汇编助记符	汇编语法	说明	字数	周期数	影响的状态标志
29	DIV	DIV.S Wm, Wn	有符号 16/16 位整数除法	1	18	N,Z,C,OV
		DIV.SD Wm, Wn	有符号 32/16 位整数除法	1	18	N,Z,C,OV
		DIV.U Wm, Wn	无符号 16/16 位整数除法	1	18	N,Z,C,OV
		DIV.UD Wm, Wn	无符号 32/16 位整数除法	1	18	N,Z,C,OV
30	DIVF	DIVF Wm, Wn	有符号 16/16 位小数除法	1	18	N,Z,C,OV
31	DO	DO #lit14, Expr	执行 DO 循环代码到 PC + Expr, 执行次数为 lit14 + 1 次	2	2	无
		DO Wn, Expr	执行 DO 循环代码到 PC + Expr, 执行次数为 (Wn) + 1 次	2	2	无
32	ED	ED Wm*Wm, Acc, Wx, Wy, Wxd	欧几里德距离 (无累加)	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
33	EDAC	EDAC Wm*Wm, Acc, Wx, Wy, Wxd	欧几里德距离	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
34	EXCH	EXCH Wns, Wnd	交换 Wns 和 Wnd 的内容	1	1	无
35	FBCL	FBCL Ws, Wnd	从左边 (MSb) 查找第一个位变化	1	1	C
36	FF1L	FF1L Ws, Wnd	从左边 (MSb) 查找第一个 1	1	1	C
37	FF1R	FF1R Ws, Wnd	从右边 (LSb) 查找第一个 1	1	1	C
38	GOTO	GOTO Expr	转移到地址	2	2	无
		GOTO Wn	间接转移到地址	1	2	无
39	INC	INC f	f = f + 1	1	1	C,DC,N,OV,Z
		INC f, WREG	WREG = f + 1	1	1	C,DC,N,OV,Z
		INC Ws, Wd	Wd = Ws + 1	1	1	C,DC,N,OV,Z
40	INC2	INC2 f	f = f + 2	1	1	C,DC,N,OV,Z
		INC2 f, WREG	WREG = f + 2	1	1	C,DC,N,OV,Z
		INC2 Ws, Wd	Wd = Ws + 2	1	1	C,DC,N,OV,Z
41	IOR	IOR f	f = f .IOR.WREG	1	1	N,Z
		IOR f, WREG	WREG = f .IOR.WREG	1	1	N,Z
		IOR #lit10, Wn	Wd = lit10 .IOR.Wd	1	1	N,Z
		IOR Wb, Ws, Wd	Wd = Wb .IOR.Ws	1	1	N,Z
		IOR Wb, #lit5, Wd	Wd = Wb .IOR.lit5	1	1	N,Z
42	LAC	LAC Wso, #Slit4, Acc	装载累加器	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
43	LNK	LNK #lit14	分配堆栈帧	1	1	无
44	LSR	LSR f	f = 逻辑右移 f	1	1	C,N,OV,Z
		LSR f, WREG	WREG = 逻辑右移 f	1	1	C,N,OV,Z
		LSR Ws, Wd	Wd = 逻辑右移 Ws	1	1	C,N,OV,Z
		LSR Wb, Wns, Wnd	Wnd = 将 Wb 逻辑右移 Wns 位	1	1	N,Z
		LSR Wb, #lit5, Wnd	Wnd = 将 Wb 逻辑右移 lit5 位	1	1	N,Z
45	MAC	MAC Wm*Wn, Acc, Wx, Wxd, Wy, Wyd, AWB	相乘并累加	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
		MAC Wm*Wm, Acc, Wx, Wxd, Wy, Wyd	平方并累加	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
46	MOV	MOV f, Wn	将 f 中的内容送入 Wn	1	1	无
		MOV f	将 f 中的内容送入目标寄存器	1	1	N,Z
		MOV f, WREG	将 f 中的内容送入 WREG	1	1	N,Z
		MOV #lit16, Wn	将 16 位立即数送入 Wn	1	1	无
		MOV.b #lit8, Wn	将 8 位立即数送入 Wn	1	1	无
		MOV Wn, f	将 Wn 中的内容送入 f	1	1	无
		MOV Wso, Wdo	将 Ws 中的内容送入 Wd	1	1	无
		MOV WREG, f	将 WREG 中的内容送入 f	1	1	N,Z
		MOV.D Wns, Wd	将 W(ns):W(ns + 1) 中的双字内容送入 Wd	1	2	无
47	MOVSAC	MOVSAC Ws, Wnd	将 Ws 中的双字内容送入 W(nd + 1):W(nd)	1	2	无
		MOVSAC Acc, Wx, Wxd, Wy, Wyd, AWB	预取操作数并保存累加器	1	1	无

表 27-2: 指令集概述 (续)

基本指令编号	汇编助记符	汇编语法	说明	字数	周期数	影响的状态标志
48	MPY	MPY $Wm * Wn, Acc, Wx, Wxd, Wy, Wyd$	Wm 与 Wn 相乘, 结果存入累加器	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
		MPY $Wm * Wm, Acc, Wx, Wxd, Wy, Wyd$	Wm 平方, 结果存入累加器	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
49	MPY.N	MPY.N $Wm * Wn, Acc, Wx, Wxd, Wy, Wyd$	Wm 与 Wn 相乘并取反, 结果存入累加器	1	1	无
50	MSC	MSC $Wm * Wm, Acc, Wx, Wxd, Wy, Wyd, AWB$	相乘再从累加器中减去	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
51	MUL	MUL.SS Wb, Ws, Wnd	$\{Wnd + 1, Wnd\} = \text{signed}(Wb) * \text{signed}(Ws)$	1	1	无
		MUL.SU Wb, Ws, Wnd	$\{Wnd + 1, Wnd\} = \text{signed}(Wb) * \text{unsigned}(Ws)$	1	1	无
		MUL.US Wb, Ws, Wnd	$\{Wnd + 1, Wnd\} = \text{unsigned}(Wb) * \text{signed}(Ws)$	1	1	无
		MUL.UU Wb, Ws, Wnd	$\{Wnd + 1, Wnd\} = \text{unsigned}(Wb) * \text{unsigned}(Ws)$	1	1	无
		MUL.SU $Wb, \#lit5, Wnd$	$\{Wnd + 1, Wnd\} = \text{signed}(Wb) * \text{unsigned}(lit5)$	1	1	无
		MUL.UU $Wb, \#lit5, Wnd$	$\{Wnd + 1, Wnd\} = \text{unsigned}(Wb) * \text{unsigned}(lit5)$	1	1	无
		MUL f	$W3:W2 = f * WREG$	1	1	无
52	NEG	NEG Acc	将累加器内容求补	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
		NEG f	$f = \bar{f} + 1$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		NEG $f, WREG$	$WREG = \bar{f} + 1$	1	1	C,DC,N,OV,Z
		NEG Ws, Wd	$Wd = \overline{Ws} + 1$	1	1	C,DC,N,OV,Z
53	NOP	NOP	空操作	1	1	无
		NOPR	空操作	1	1	无
54	POP	POP f	将栈顶 (TOS) 的内容弹出到 f	1	1	无
		POP Wdo	将栈顶 (TOS) 的内容弹出到 Wdo	1	1	无
		POP.D Wnd	将栈顶 (TOS) 的内容弹出到 $W(nd):W(nd + 1)$	1	2	无
		POP.S	将影子寄存器的内容弹出到主寄存器	1	1	全部
55	PUSH	PUSH f	将 f 的内容压入栈顶 (TOS)	1	1	无
		PUSH Wso	将 Wso 的内容压入栈顶 (TOS)	1	1	无
		PUSH.D Wns	将 $W(ns):W(ns + 1)$ 的双字内容压入栈顶 (TOS)	1	2	无
		PUSH.S	将主寄存器中的双字内容压入影子寄存器	1	1	无
56	PWRSV	PWRSV $\#lit1$	进入休眠或空闲模式	1	1	WDTO,Sleep
57	RCALL	RCALL $Expr$	相对调用	1	2	无
		RCALL Wn	计算调用	1	2	无
58	REPEAT	REPEAT $\#lit14$	将下一条指令重复执行 $lit14 + 1$ 次	1	1	无
		REPEAT Wn	将下一条指令重复执行 $(Wn) + 1$ 次	1	1	无
59	RESET	RESET	软件器件复位	1	1	无
60	RETFIE	RETFIE	从中断返回	1	3 (2)	无
61	RETLW	RETLW $\#lit10, Wn$	返回并将立即数存入 Wn	1	3 (2)	无
62	RETURN	RETURN	从子程序返回	1	3 (2)	无
63	RLC	RLC f	$f =$ 对 f 执行带进位的循环左移	1	1	C,N,Z
		RLC $f, WREG$	$WREG =$ 对 f 执行带进位的循环左移	1	1	C,N,Z
		RLC Ws, Wd	$Wd =$ 对 Ws 执行带进位的循环左移	1	1	C,N,Z
64	RLNC	RLNC f	$f =$ 循环左移 f (不带进位)	1	1	N,Z
		RLNC $f, WREG$	$WREG =$ 循环左移 f (不带进位)	1	1	N,Z
		RLNC Ws, Wd	$Wd =$ 循环左移 Ws (不带进位)	1	1	N,Z
65	RRC	RRC f	$f =$ 对 f 执行带进位的循环右移	1	1	C,N,Z
		RRC $f, WREG$	$WREG =$ 对 f 执行带进位的循环右移	1	1	C,N,Z
		RRC Ws, Wd	$Wd =$ 对 Ws 执行带进位的循环右移	1	1	C,N,Z
66	RRNC	RRNC f	$f =$ 循环右移 f (不带进位)	1	1	N,Z
		RRNC $f, WREG$	$WREG =$ 循环右移 f (不带进位)	1	1	N,Z
		RRNC Ws, Wd	$Wd =$ 循环右移 Ws (不带进位)	1	1	N,Z

表 27-2: 指令集概述 (续)

基本指令编号	汇编助记符	汇编语法	说明	字数	周期数	影响的状态标志
67	SAC	SAC Acc, #Slit4, Wdo	保存累加器内容	1	1	无
		SAC.R Acc, #Slit4, Wdo	保存舍入后的累加器内容	1	1	无
68	SE	SE Ws, Wnd	Wnd = 符号扩展后的 Ws	1	1	C,N,Z
69	SETM	SETM f	f = 0xFFFF	1	1	无
		SETM WREG	WREG = 0xFFFF	1	1	无
		SETM Ws	Ws = 0xFFFF	1	1	无
70	SFTAC	SFTAC Acc, Wn	对累加器算术移位 (Wn) 次	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
		SFTAC Acc, #Slit6	对累加器算术移位 Slit6 次	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
71	SL	SL f	f = 左移 f	1	1	C,N,OV,Z
		SL f, WREG	WREG = 左移 f	1	1	C,N,OV,Z
		SL Ws, Wd	Wd = 左移 Ws	1	1	C,N,OV,Z
		SL Wb, Wns, Wnd	Wnd = 将 Wb 左移 Wns 位	1	1	N,Z
		SL Wb, #lit5, Wnd	Wnd = 将 Wb 左移 lit5 位	1	1	N,Z
72	SUB	SUB Acc	从累加器减去	1	1	OA,OB,OAB,SA,SB,SAB
		SUB f	f = f - WREG	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUB f, WREG	WREG = f - WREG	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUB #lit10, Wn	Wn = Wn - lit10	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUB Wb, Ws, Wd	Wd = Wb - Ws	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUB Wb, #lit5, Wd	Wd = Wb - lit5	1	1	C,DC,N,OV,Z
73	SUBB	SUBB f	f = f - WREG - ($\bar{C}$)	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBB f, WREG	WREG = f - WREG - ($\bar{C}$)	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBB #lit10, Wn	Wn = Wn - lit10 - ($\bar{C}$)	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBB Wb, Ws, Wd	Wd = Wb - Ws - ($\bar{C}$)	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBB Wb, #lit5, Wd	Wd = Wb - lit5 - ($\bar{C}$)	1	1	C,DC,N,OV,Z
74	SUBR	SUBR f	f = WREG - f	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBR f, WREG	WREG = WREG - f	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBR Wb, Ws, Wd	Wd = Ws - Wb	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBR Wb, #lit5, Wd	Wd = lit5 - Wb	1	1	C,DC,N,OV,Z
75	SUBBR	SUBBR f	f = WREG - f - ($\bar{C}$)	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBBR f, WREG	WREG = WREG - f - ($\bar{C}$)	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBBR Wb, Ws, Wd	Wd = Ws - Wb - ($\bar{C}$)	1	1	C,DC,N,OV,Z
		SUBBR Wb, #lit5, Wd	Wd = lit5 - Wb - ($\bar{C}$)	1	1	C,DC,N,OV,Z
76	SWAP	SWAP.b Wn	Wn = 半字节交换 Wn 内容	1	1	无
		SWAP Wn	Wn = 将 Wn 的两个字节相交换	1	1	无
77	TBLRDH	TBLRDH Ws, Wd	将程序存储单元的 <23:16> 读入 Wd<7:0>	1	2	无
78	TBLRDL	TBLRDL Ws, Wd	将程序存储单元的 <15:0> 读入 Wd	1	2	无
79	TBLWTH	TBLWTH Ws, Wd	将 Ws<7:0> 写入程序存储单元的 <23:16>	1	2	无
80	TBLWTL	TBLWTL Ws, Wd	将 Ws 写入程序存储单元的 <15:0>	1	2	无
81	ULNK	ULNK	释放堆栈帧	1	1	无
82	XOR	XOR f	f = f .XOR.WREG	1	1	N,Z
		XOR f, WREG	WREG = f .XOR.WREG	1	1	N,Z
		XOR #lit10, Wn	Wd = lit10 .XOR.Wd	1	1	N,Z
		XOR Wb, Ws, Wd	Wd = Wb .XOR.Ws	1	1	N,Z
		XOR Wb, #lit5, Wd	Wd = Wb .XOR. lit5	1	1	N,Z
83	ZE	ZE Ws, Wnd	Wnd = 零扩展后的 Ws	1	1	C,Z,N

28.0 开发支持

一系列硬件及软件开发工具对 PIC® 单片机提供支持：

- 集成开发环境
 - MPLAB® IDE 软件
- 汇编器 / 编译器 / 链接器
 - MPASM™ 汇编器
 - MPLAB C18 和 MPLAB C30 C 编译器
 - MPLINK™ 目标链接器 / MPLIB™ 目标库管理器
 - MPLAB ASM30 汇编器 / 链接器 / 库
- 模拟器
 - MPLAB SIM 软件模拟器
- 仿真器
 - MPLAB ICE 2000 在线仿真器
 - MPLAB REAL ICE™ 在线仿真器
- 在线调试器
 - MPLAB ICD 2
- 器件编程器
 - PICSTART® Plus 开发编程器
 - MPLAB PM3 器件编程器
 - PICKit™ 2 开发编程器
- 低成本演示和开发板及评估工具包

28.1 MPLAB 集成开发环境软件

MPLAB IDE 软件为 8/16 位单片机市场提供了前所未有的易于使用的软件开发平台。MPLAB IDE 是基于 Windows® 操作系统的应用软件，包括：

- 一个包含所有调试工具的图形界面
 - 模拟器
 - 编程器（单独销售）
 - 仿真器（单独销售）
 - 在线调试器（单独销售）
- 具有彩色上下文代码显示的全功能编辑器
- 多项目管理器
- 内容可直接编辑的可定制式数据窗口
- 高级源代码调试
- 可视化器件初始化程序，便于进行寄存器的初始化
- 鼠标停留在变量上进行查看的功能
- 通过拖放把变量从源代码窗口拉到观察窗口
- 丰富的在线帮助
- 集成了可选的第三方工具，如 HI-TECH 软件 C 编译器和 IAR C 编译器

MPLAB IDE 可以让您：

- 编辑源文件（汇编语言或 C 语言）
- 点击一次即可完成汇编（或编译）并将代码下载到 PIC MCU 仿真器和模拟器工具中（自动更新所有项目信息）
- 可使用如下各项进行调试：
 - 源文件（汇编语言或 C 语言）
 - 混合汇编语言和 C 语言
 - 机器码

MPLAB IDE 在单个开发范例中支持使用多种调试工具，包括从成本效益高的模拟器到低成本的在线调试器，再到全功能的仿真器。这样缩短了用户升级到更加灵活而功能更强大的工具时的学习时间。

28.2 MPASM 汇编器

MPASM 汇编器是全功能通用宏汇编器，适用于所有的 PIC MCU。

MPASM 汇编器可生成用于 MPLINK 目标链接器的可重定位目标文件、Intel® 标准 HEX 文件、详细描述存储器使用状况和符号参考的 MAP 文件、包含源代码行及生成机器码的绝对 LST 文件以及用于调试的 COFF 文件。

MPASM 汇编器具有如下特征：

- 集成在 MPLAB IDE 项目中
- 用户定义的宏可简化汇编代码
- 对多用途源文件进行条件汇编
- 允许完全控制汇编过程的指令

28.3 MPLAB C18 和 MPLAB C30 C 编译器

MPLAB C18 和 MPLAB C30 代码开发系统是完全的 ANSI C 编译器，分别适用于 Microchip 的 PIC18 和 PIC24 系列单片机及 dsPIC30F 和 dsPIC33 系列数字信号控制器。这些编译器可提供其他编译器并不具备的强大的集成功能和出众的代码优化能力，且使用方便。

为便于源代码调试，编译器提供了针对 MPLAB IDE 调试器的优化符号信息。

28.4 MPLINK 目标链接器 / MPLIB 目标库管理器

MPLINK 目标链接器包含了由 MPASM 汇编器、MPLAB C18 C 编译器产生的可重定位目标。通过使用链接器脚本中的指令，它还可链接预编译库中的可重定位目标。

MPLIB 目标库管理器管理预编译代码库文件的创建和修改。当从源文件调用库中的一段子程序时，只有包含此子程序的模块被链接到应用中。这样可使大型库在许多不同应用中被高效地利用。

目标链接器 / 库管理器具有如下特征：

- 高效地连接单个的库而不是许多小文件
- 通过将相关的模块组合在一起增强代码的可维护性
- 只要列出、替换、删除和抽取模块，便可灵活地创建库

28.5 MPLAB ASM30 汇编器、链接器和库管理器

MPLAB ASM30 汇编器为 dsPIC30F 器件提供转换自符号汇编语言的可重定位机器码。MPLAB C30 C 编译器使用该汇编器生成目标文件。汇编器产生可重定位目标文件之后，可将这些目标文件存档，或与其他可重定位目标文件和存档链接以生成可执行文件。该汇编器有如下显著特征：

- 支持整个 dsPIC30F 指令集
- 支持定点数据和浮点数据
- 命令行界面
- 丰富的指令集
- 灵活的宏语言
- MPLAB IDE 兼容性

28.6 MPLAB SIM 软件模拟器

MPLAB SIM 软件模拟器在指令级对 PIC MCU 和 dsPIC® DSC 进行模拟，使得用户可以在 PC 主机的环境下进行代码开发。对于任何给定的指令，用户均可对数据区进行检查或修改，并通过各种触发机制来产生激励。可以将各寄存器的情况记录在文件中，以便进行进一步地运行时分析。跟踪缓冲器和逻辑分析器的显示使模拟器还能记录和跟踪程序的执行、I/O 的动作、大部分的外设及内部寄存器的状况。

MPLAB SIM 软件模拟器完全支持使用 MPLAB C18 和 MPLAB C30 C 编译器以及 MPASM 和 MPLAB ASM30 汇编器的符号调试。该软件模拟器可用于在硬件实验室环境外灵活地开发和调试代码，是一款完美且经济的软件开发工具。

28.7 MPLAB ICE 2000 高性能在线仿真器

MPLAB ICE 2000 在线仿真器旨在为产品开发工程师提供一整套用于 PIC 单片机的设计工具。MPLAB ICE 2000 在线仿真器的软件控制由 MPLAB 集成开发环境平台提供，它允许在单一环境下进行编辑、编译、下载以及源代码调试。

MPLAB ICE 2000 是全功能仿真器系统，它具有增强的跟踪、触发和数据监控功能。处理器模块可插拔，使系统可轻松进行重新配置以适应各种不同处理器的仿真需要。MPLAB ICE 2000 在线仿真器的架构允许对其进行扩展以支持新的 PIC 单片机。

MPLAB ICE 2000 在线仿真器系统设计为一款实时仿真系统，该仿真系统具备通常只有昂贵的开发工具中才有的高级功能。选择 PC 平台和 Microsoft® Windows® 32 位操作系统可使这些功能在一个简单而统一的应用中得到很好的利用。

28.8 MPLAB REAL ICE 在线仿真器系统

MPLAB REAL ICE 在线仿真器系统是 Microchip 针对其闪存 DSC 和 MCU 器件而推出的新一代高速仿真器。结合 MPLAB 集成开发环境 (IDE) 所具有的易于使用且功能强大的图形用户界面，该仿真器可对 PIC® 闪存 MCU 和 dsPIC® DSC 进行调试和编程。IDE 是随每个工具包一起提供的。

MPLAB REAL ICE 探针通过高速 USB 2.0 接口与设计工程师的 PC 相连，并利用与常用 MPLAB ICD 2 系统兼容的连接器 (RJ11) 或新型抗噪声、高速低压差分信号 (LVDS) 互连电缆 (CAT5) 与目标板相连。

可通过 MPLAB IDE 下载将来版本的固件，对 MPLAB REAL ICE 进行现场升级。在即将推出的 MPLAB IDE 版本中，会支持许多新器件，还将增加一些新特性，如软件断点和汇编代码跟踪等。在同类仿真器中，MPLAB REAL ICE 的优势十分明显：低成本、高速仿真、实时变量监视、跟踪分析、复杂断点、耐用的探针接口及较长（长达 3 米）的互连电缆。

28.9 MPLAB ICD 2 在线调试器

Microchip 的在线调试器 MPLAB ICD 2 是一款功能强大而成本低廉的运行时开发工具，通过 RS-232 或高速 USB 接口与 PC 主机相连。该工具基于闪存 PIC MCU，可用于开发本系列及其他 PIC MCU 和 dsPIC DSC。MPLAB ICD 2 使用了闪存器件中内建的在线调试功能。该功能结合 Microchip 的在线串行编程 (In-Circuit Serial Programming™, ICSP™) 协议，可在 MPLAB 集成开发环境的图形用户界面上提供成本效益很高的在线闪存调试。这使设计人员可通过设置断点、单步运行以及对变量、CPU 状态以及外设寄存器进行监视的方法实现源代码的开发和调试。其全速运行特性可对硬件和应用进行实时测试。MPLAB ICD 2 还可用作某些 PIC 器件的开发编程器。

28.10 MPLAB PM3 器件编程器

MPLAB PM3 器件编程器是一款通用的、符合 CE 规范的器件编程器，其可编程电压设置在 VDDMIN 和 VDDMAX 之间时可靠性最高。它有一个用来显示菜单和错误信息的大 LCD 显示器 (128 x 64)，以及一个支持各种封装类型的可拆卸模块化插槽装置。编程器标准配置中带有一根 ICSP™ 电缆。在单机模式下，MPLAB PM3 器件编程器不必与 PC 相连即可对 PIC 器件进行读取、验证和编程。在该模式下它还可设置代码保护。MPLAB PM3 通过 RS-232 或 USB 电缆连接到 PC 主机上。MPLAB PM3 具备高速通信能力以及优化算法，可对存储器很大的器件进行快速编程，它还采用 SD/MMC 卡用作文件存储及数据安全应用。

28.11 PICSTART Plus 开发编程器

PICSTART Plus 开发编程器是一款易于使用而成本低廉的原型编程器。它通过 COM (RS-232) 端口与 PC 相连。MPLAB 集成开发环境软件使得该编程器的使用简便、高效。PICSTART Plus 开发编程器支持采用 DIP 封装的大部分 PIC 器件，其引脚数最多可达 40 个。引脚数更多的器件，如 PIC16C92X 和 PIC17C76X，可通过连接一个转接插槽来获得支持。PICSTART Plus 开发编程器符合 CE 规范。

28.12 PICKit 2 开发编程器

PICKit™ 2 开发编程器是一个低成本编程器；对于某些选定闪存器件，它也是一个调试器，通过其易于使用的接口可对众多 Microchip 的低档、中档和 PIC18F 系列闪存单片机进行编程。PICKit 2 入门工具包中包含一个有实验布线区的开发板、十二堂系列课程、软件和 HI-TECH 的 PICC™ Lite C 编译器，有助于用户快速掌握 PIC® 单片机的使用。这一工具包为使用 Microchip 功能强大的中档闪存系列单片机进行编程、评估和应用开发，提供了所需的一切。

28.13 演示、开发和评估板

有许多演示、开发和评估板可用于各种 PIC MCU 和 dsPIC DSC，实现对全功能系统的快速应用开发。大多数的演示、开发和评估板都有实验布线区，供用户添加定制电路；还有应用固件和源代码，用于测试和修改。

这些板支持多种功能部件，包括 LED、温度传感器、开关、扬声器、RS-232 接口、LCD 显示器、电位计和附加 EEPROM 存储器。

演示和开发板可用于教学环境，在实验布线区设计定制电路，从而掌握各种单片机应用。

除了 PICDEM™ 和 dsPICDEM™ 演示 / 开发板系列电路外，Microchip 还有一系列评估工具包和演示软件，适用于模拟滤波器设计、KEELOQ® 数据安全产品 IC、CAN、IrDA®、PowerSmart 电池管理、SEEVAL® 评估系统、 Σ - Δ ADC、流速传感器，等等。

有关演示、开发和评估工具包的完整列表，请查阅 Microchip 公司网页 (www.microchip.com)。

29.0 电气特性

本章将对 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 的电气特性进行概括介绍。其余信息将在该文档的后续版本中给出。

下面列出了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的绝对最大额定值。器件长时间工作在最大额定值条件下可能会影响其可靠性。我们不建议使器件在或超过本规范指定的最大额定值条件下运行。

绝对最大值⁽¹⁾

环境温度	-40°C 至 +125°C
储存温度	-65°C 至 +150°C
V _{DD} 引脚相对于 V _{SS} 的电压	-0.3V 至 +4.0V
任一模拟 / 数字引脚和 MCLR 引脚相对于 V _{SS} 的电压	-0.3V 至 (V _{DD} + 0.3V)
任一只能用作数字的引脚相对于 V _{SS} 的电压	-0.3V 至 +5.6V
V _{DDCORE} 引脚相对于 V _{SS} 的电压	2.25V 至 2.75V
流出 V _{SS} 引脚的最大电流	300 mA
流入 V _{DD} 引脚的最大电流 ⁽²⁾	250 mA
任一 I/O 引脚的最大输出灌电流 ⁽³⁾	4 mA
任一 I/O 引脚的最大输出拉电流 ⁽³⁾	4 mA
所有端口的最大灌电流	200 mA
所有端口的最大拉电流 ⁽²⁾	200 mA

注 1: 如果器件工作条件超过上述“绝对最大额定值”，可能引起器件永久性损坏。这仅是极限参数，我们不建议器件工作在极限值甚至超过上述极限值。器件长时间工作在极限条件下可能会影响其可靠性。

2: 允许的最大电流由器件最大功耗决定（见表 29-2）。

3: CLKOUT 引脚例外，其灌 / 拉电流为 25 mA，另外 V_{REF+}、V_{REF-}、SCLx、SDAx、PGCx 和 PGDx 引脚的灌 / 拉电流为 12 mA。

29.1 直流特性

表 29-1: 工作 MIPS 与电压

特性	V _{DD} 范围 (单位: V)	温度范围 (单位: °C)	最大 MIPS
			dsPIC33FJ32GP302/304、 dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04
	3.0-3.6V	-40°C 至 +85°C	40
	3.0-3.6V	-40°C 至 +125°C	40

表 29-2: 热工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工业级温度器件					
工作结温范围	T _J	-40	—	+125	°C
工作环境温度范围	T _A	-40	—	+85	°C
扩展级温度器件					
工作结温范围	T _J	-40	—	+140	°C
工作环境温度范围	T _A	-40	—	+125	°C
功耗: 芯片内部功耗: $P_{INT} = V_{DD} \times (I_{DD} - \sum I_{OH})$ I/O 引脚功耗: $I/O = \sum (\{V_{DD} - V_{OH}\} \times I_{OH}) + \sum (V_{OL} \times I_{OL})$	P _D	P _{INT} + P _{I/O}			W
最大允许功耗	P _{DMAX}	(T _J - T _A)/θ _{JA}			W

表 29-3: 热封装特性

特性	符号	典型值	最大值	单位	注
封装热阻, 44 引脚 QFN	θ _{JA}	24.5	—	°C/W	1
封装热阻, 44 引脚 TFQP	θ _{JA}	45.8	—	°C/W	1
封装热阻, 28 引脚 SPDIP	θ _{JA}	60	—	°C/W	1
封装热阻, 28 引脚 SOIC	θ _{JA}	80.2	—	°C/W	1
封装热阻, 28 引脚 QFN-S	θ _{JA}	29	—	°C/W	1

注 1: 通过封装模拟获得结点与环境的热阻值 θ_{JA}。

表 29-4: 直流温度和电压规范

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件
工作电压							
DC10	供电电压						
	VDD		3.0	—	3.6	V	工业级和扩展级
DC12	VDR	RAM 数据保持电压 ⁽²⁾	1.1	—	1.8	V	
DC16	VPOR	VDD 启动电压 (确保内部上电复位信号)	—	—	VSS	V	
DC17	SVDD	VDD 上升速率 (确保内部上电复位信号)	0.03	—	—	V/ms	0-3.0V/0.1s
DC18	VCORE	VDD 内核 ⁽³⁾ 内部稳压器	2.25	—	2.75	V	电压取决于负载、温度和 VDD

注 1: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

2: 这是在不丢失 RAM 数据的前提下, VDD 的下限值。

3: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

表 29-5: 直流特性: 工作电流 (I_{DD})

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明)			
			工作温度			
			-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)			
参数编号	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件		
工作电流 (IDD) ⁽²⁾						
DC20d	19	30	mA	-40°C	3.3V	10 MIPS
DC20a	19	30	mA	+25°C		
DC20b	19	30	mA	+85°C		
DC20c	19	35	mA	+125°C		
DC21d	29	40	mA	-40°C	3.3V	16 MIPS
DC21a	29	40	mA	+25°C		
DC21b	28	45	mA	+85°C		
DC21c	28	45	mA	+125°C		
DC22d	33	50	mA	-40°C	3.3V	20 MIPS
DC22a	33	50	mA	+25°C		
DC22b	33	55	mA	+85°C		
DC22c	33	55	mA	+125°C		
DC23d	47	70	mA	-40°C	3.3V	30 MIPS
DC23a	48	70	mA	+25°C		
DC23b	48	70	mA	+85°C		
DC23c	48	70	mA	+125°C		
DC24d	60	90	mA	-40°C	3.3V	40 MIPS
DC24a	60	90	mA	+25°C		
DC24b	60	90	mA	+85°C		
DC24c	60	90	mA	+125°C		

注 1: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

2: 供电电流主要受工作电压和频率的影响。其他因素如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型、内部代码执行模式以及温度也对电流消耗有影响。所有 I_{DD} 测量的测试条件为: OSC1 使用满幅的外部方波进行驱动。所有 I/O 引脚配置为输入且被拉到 V_{SS}。MCLR = V_{DD}, WDT 和 FSCM 被禁止。CPU、SRAM、程序存储器和数据存储器处于工作状态。外设模块不工作; 但是, 仍然为每个外设提供时钟 (PMD 的所有位均为零)。

表 29-6: 直流特性: 空闲电流 (IDLE)

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)		
参数编号	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件	
空闲电流 (IDLE): 内核不工作、时钟工作时的基本电流 ⁽²⁾					
DC40d	4	25	mA	-40°C	3.3V 10 MIPS
DC40a	4	25	mA	+25°C	
DC40b	4	25	mA	+85°C	
DC40c	4	25	mA	+125°C	
DC41d	6	25	mA	-40°C	3.3V 16 MIPS
DC41a	6	25	mA	+25°C	
DC41b	6	25	mA	+85°C	
DC41c	6	25	mA	+125°C	
DC42d	9	25	mA	-40°C	3.3V 20 MIPS
DC42a	9	25	mA	+25°C	
DC42b	9	25	mA	+85°C	
DC42c	9	25	mA	+125°C	
DC43a	16	25	mA	+25°C	3.3V 30 MIPS
DC43d	16	25	mA	-40°C	
DC43b	16	25	mA	+85°C	
DC43c	16	25	mA	+125°C	
DC44d	18	25	mA	-40°C	3.3V 40 MIPS
DC44a	18	25	mA	+25°C	
DC44b	19	25	mA	+85°C	
DC44c	19	25	mA	+125°C	

- 注 1: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。
- 注 2: 基本 IDLE 电流的测量是在内核不工作、时钟工作而所有外设模块关闭的条件下进行的。外设模块禁止 SFR 寄存器为零。所有 I/O 引脚配置为输入且被拉到 Vss。

表 29-7: 直流特性: 掉电电流 (IPD)

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明)		
			工作温度		-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)
参数编号	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件	
掉电电流 (IPD) ⁽²⁾					
DC60d	24	500	μA	-40°C	3.3V 基本掉电电流 ^(3,4)
DC60a	28	500	μA	+25°C	
DC60b	124	500	μA	+85°C	
DC60c	350	500	μA	+125°C	
DC61d	8	13	μA	-40°C	3.3V 看门狗定时器电流: ΔIWDT ⁽³⁾
DC61a	10	15	μA	+25°C	
DC61b	12	20	μA	+85°C	
DC61c	13	25	μA	+125°C	

- 注 1: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。
- 2: 基本 IPD 是在所有外设和时钟都关闭的条件下进行测量的。所有 I/O 引脚配置为输入且被拉到 V_{SS}。WDT 等外设也都被关闭。
- 3: Δ 电流为当模块使能时额外消耗的电流。此电流应被加到基本 IPD 电流。
- 4: 这些电流是针对该系列中存储容量最大的器件测得的。

表 29-8: 直流特性: 打盹电流 (IDOZE)

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度		
			-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)		
参数编号	典型值 (1)	最大值	打盹模式 时钟分频比	单位	条件
DC73a	42	50	1:2	mA	-40°C 3.3V 40 MIPS
DC73f	23	30	1:64	mA	
DC73g	23	30	1:128	mA	
DC70a	42	50	1:2	mA	+25°C 3.3V 40 MIPS
DC70f	26	30	1:64	mA	
DC70g	25	30	1:128	mA	
DC71a	41	50	1:2	mA	+85°C 3.3V 40 MIPS
DC71f	25	30	1:64	mA	
DC71g	24	30	1:128	mA	
DC72a	42	50	1:2	mA	+125°C 3.3V 40 MIPS
DC72f	26	30	1:64	mA	
DC72g	25	30	1:128	mA	

- 注 1: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

表 29-9: 直流特性: I/O 引脚输入规范

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件
DI10	V _{IL}	输入低电压	V _{SS}	—	0.2 V _{DD}	V	PMPTTL = 1
DI11		I/O 引脚	V _{SS}	—	0.15 V _{DD}	V	
DI15		PMP pins	V _{SS}	—	0.2 V _{DD}	V	
DI16		MCLR	V _{SS}	—	0.2 V _{DD}	V	
DI17		OSC1 (XT 模式)	V _{SS}	—	0.2 V _{DD}	V	
DI18		OSC1 (HS 模式)	V _{SS}	—	0.2 V _{DD}	V	
DI19		SDAx 和 SCLx	V _{SS}	—	0.3 V _{DD}	V	
DI19		SDAx 和 SCLx	V _{SS}	—	0.2 V _{DD}	V	禁止 SMBus 使能 SMBus
DI20	V _{IH}	输入高电压					PMPTTL = 1
		I/O 引脚:					
		带模拟功能	0.8 V _{DD}	—	V _{DD}	V	
		仅数字功能	0.8 V _{DD}	—	5.5	V	
DI21		PMP 引脚:					
		带模拟功能 ⁽⁴⁾	0.24 V _{DD} + 0.8	—	V _{DD}	V	
		仅数字功能 ⁽⁴⁾	0.24 V _{DD} + 0.8	—	5.5	V	
DI25		MCLR	0.8 V _{DD}	—	V _{DD}	V	
DI26		OSC1 (XT 模式)	0.7 V _{DD}	—	V _{DD}	V	禁止 SMBus 使能 SMBus
DI27		OSC1 (HS 模式)	0.7 V _{DD}	—	V _{DD}	V	
DI28		SDAx 和 SCLx	0.7 V _{DD}	—	V _{DD}	V	
DI29		SDAx 和 SCLx	0.8 V _{DD}	—	V _{DD}	V	
DI30	ICNPU	CNx 上拉电流	50	250	400	μA	V _{DD} = 3.3V, V _{PIN} = V _{SS}

- 注 1: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。
- 2: MCLR 引脚上的泄漏电流主要取决于所施加电压。规定电压为正常工作条件下的电压。在不同的输入电压下可能测得更高的泄漏电流。
- 3: 负电流定义为引脚的拉电流。
- 4: 请参见表 10-1 获取数字和模拟引脚的列表。

表 29-9: 直流特性: I/O 引脚输入规范

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件
DI50	IIL	输入泄漏电流 ⁽²⁾⁽³⁾ I/O 端口	—	—	±2	μA	VSS ≤ VPIN ≤ VDD, 引脚处于高阻态
DI51		模拟输入引脚	—	—	±1	μA	VSS ≤ VPIN ≤ VDD, 引脚处于 高阻态, 40°C ≤ TA ≤ +85°C
DI51a		模拟输入引脚	—	—	±2	μA	模拟引脚与外部参考引脚共 用, 40C ≤ TA ≤ +85°C
DI51b		模拟输入引脚	—	—	±3.5	μA	VSS ≤ VPIN ≤ VDD, 引脚处于 高阻态, -40°C ≤ TA ≤ +125°C
DI51c		模拟输入引脚	—	—	±8	μA	模拟引脚与外部参考引脚共 用, -40°C ≤ TA ≤ +125°C
DI55		MCLR	—	—	±2	μA	VSS ≤ VPIN ≤ VDD
DI56		OSC1	—	—	±2	μA	VSS ≤ VPIN ≤ VDD, XT 和 HS 模式

注 1: 除非另外声明, 否则 “典型值” 栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。
2: MCLR 引脚上的泄漏电流主要取决于所施加电压。规定电压为正常工作条件下的电压。在不同的输入电压下可能测得更高的泄漏电流。
3: 负电流定义为引脚的拉电流。
4: 请参见表 10-1 获取数字和模拟引脚的列表。

表 29-10: 直流特性: I/O 引脚输出规范

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
DO10 DO16	VOL	输出低电压	—	—	0.4	V	$I_{OL} = 2\text{ mA}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$
		I/O 端口 OSC2/CLKO	—	—	0.4	V	$I_{OL} = 2\text{ mA}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$
DO20 DO26	VOH	输出高电压	2.40	—	—	V	$I_{OH} = -2.3\text{ mA}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$
		I/O 端口 OSC2/CLKO	2.41	—	—	V	$I_{OH} = -1.3\text{ mA}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$

表 29-11: 电气特性: BOR

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值 ⁽¹⁾	典型值	最大值 ⁽¹⁾	单位	条件
BO10	VBOR	当 V_{DD} 从高电压翻转至低电压时的 BOR 事件 BOR 事件与 V_{DD} 内核电压下降关联	2.40	—	2.55	V	

注 1: 这些参数仅供设计参考, 生产时未经测试。

表 29-12: 直流特性: 程序存储器

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 (1)	最大值	单位	条件
D130a	EP	闪存程序存储器					
		单元耐擦写能力	10,000	—	—	E/W	-40°C 至 +125°C
D131	VPR	读操作时的 VDD	VMIN	—	3.6	V	VMIN = 最小工作电压
D132B	VPEW	自定时写的 VDD	VMIN	—	3.6	V	VMIN = 最小工作电压
D134	TRETD	特性保持时间	20	—	—	年	假设没有违反其他规范
D135	IDDP	编程时的供电电流	—	10	—	mA	
D136	TRW	行写入时间	1.6	—	—	ms	
D137	TPE	页擦除时间	20	—	—	ms	
D138	TWW	字写周期	20	—	40	µs	

注 1: 除非另外声明, 否则 “典型值” 栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

表 29-13: 内部稳压器规范

标准工作条件 (除非另外声明): 工作温度: -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)							
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	备注
	CEFC	外部滤波电容值	1	10	—	µF	电容必须具有低的等效串联阻抗 (< 5 欧姆)

29.2 交流特性和时序参数

本节定义了 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 系列器件的交流特性和时序参数。

表 29-14: 温度和电压规范——交流

交流特性	标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明)
	工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)
	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)
工作电压 V_{DD} 范围如第 29.0 节 “电气特性” 中所介绍。	

图 29-1: 器件时序规范的负载条件

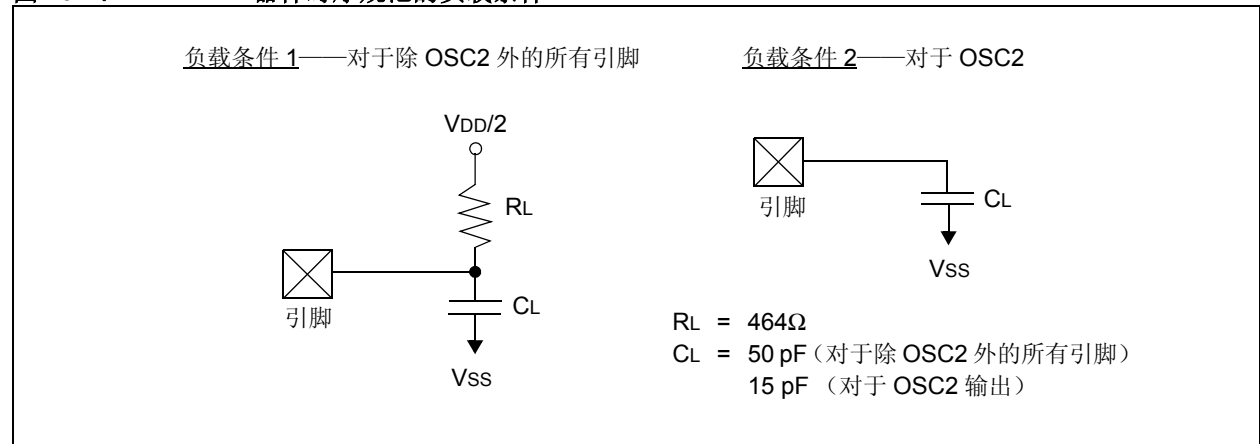


表 29-15: 输出引脚上的容性负载要求

参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
DO50	Cosc2	OSC2/SOSC2 引脚	—	—	15	pF	当外部时钟用于驱动 OSC1 时处于 XT 和 HS 模式下
DO56	CIO	所有 I/O 引脚和 OSC2	—	—	50	pF	EC 模式
DO58	CB	SCLx 和 SDAx	—	—	400	pF	在 I ² C™ 模式下

图 29-2: 外部时钟时序

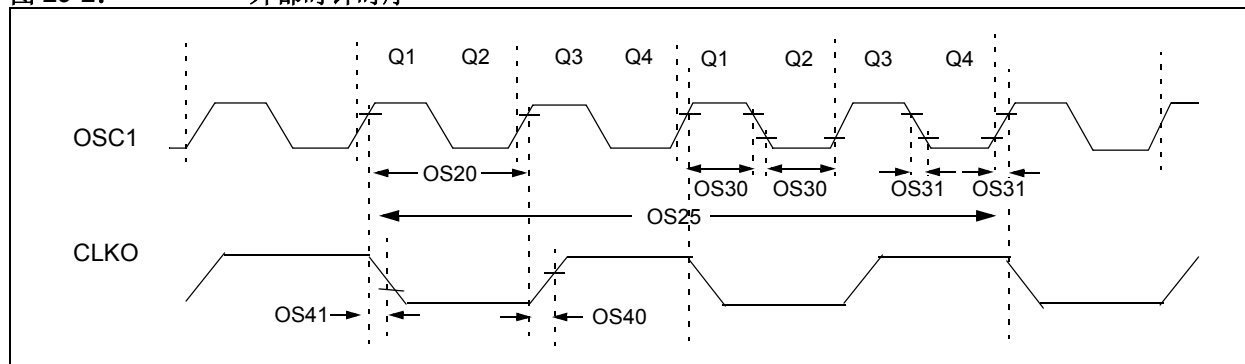


表 29-16: 外部时钟时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件
OS10	FIN	外部 CLKI 频率 (外部时钟仅允许运行于 EC 和 ECPLL 模式)	DC	—	40	MHz	EC
		晶振频率	3.5	—	10	MHz	XT
			10	—	40	MHz	HS
				—	33	kHz	SOSC
OS20	Tosc	$T_{osc} = 1/F_{osc}$	12.5	—	DC	ns	
OS25	Tcy	指令周期 ⁽²⁾	25	—	DC	ns	
OS30	TosL, TosH	外部时钟输入 (OSC1) 高电平或低电平时间	$0.375 \times T_{osc}$	—	$0.625 \times T_{osc}$	ns	EC
OS31	TosR, TosF	外部时钟输入 (OSC1) 上升或下降时间	—	—	20	ns	EC
OS40	TckR	CLKO 上升时间 ⁽³⁾	—	5.2	—	ns	
OS41	TckF	CLKO 下降时间 ⁽³⁾	—	5.2	—	ns	

注 1: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

2: 指令周期 (Tcy) 等于输入振荡器时基周期的两倍。所有规定值均为基于针对特定振荡器类型, 器件在标准工作条件下执行代码时的特性数据。超出这些规定的限定值, 可能导致振荡器运行不稳定和 / 或导致电流消耗超出预期值。所有器件在测试“最小”值时, 都在 OSC1/CLKI 引脚连接了外部时钟。当使用了外部时钟输入时, 所有器件的“最大”周期时间限制为“DC”(无时钟)。

3: 测量在 EC 模式下进行。在 OSC2 引脚上测量 CLKO 信号。

表 29-17: PLL 时钟时序规范 (VDD = 3.0V 至 3.6V)

交流特性		标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)					
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件
OS50	FPLLI	PLL 压控振荡器 (VCO) 的输入频率范围	0.8	—	8	MHz	ECPLL、HSPLL 和 XTPLL 模式
OS51	FSYS	片上 VCO 系统频率	100	—	200	MHz	
OS52	TLOCK	PLL 起振时间 (锁定时间)	0.9	1.5	3.1	mS	
OS53	DCLK	CLKO 稳定性 (抗抖动性)	-3	0.5	3	%	在 100 ms 时间段内测量

注 1: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。这些参数仅供设计参考, 未经测试。

表 29-18: 交流特性: 内部 RC 精度

交流特性		标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)					
参数 编号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件	
	频率为 7.3728 MHz 时的内部 FRC 精度 ^(1,2)						
F20	FRC	-2	—	+2	%	-40°C ≤ TA ≤ +85°C	VDD = 3.0-3.6V
	FRC	-5	—	+5	%	-40°C ≤ TA ≤ +125°C	VDD = 3.0-3.6V

注 1: 频率在 25°C 和 3.3V 条件下校准。TUN 位可用来补偿温度漂移。

2: FRC 被设置为 25°C 下的初始频率 7.37 MHz (± 2%)。

表 29-19: 内部 RC 精度

交流特性		标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明)					
		工作温度					
		-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级)					
		-40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)					
参数 编号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件	
	频率为 32.768 kHz 时的 LPRC⁽¹⁾						
F21	LPRC	-20	±6	+20	%	-40°C ≤ TA ≤ +85°C	VDD = 3.0-3.6V
	LPRC	-70	—	+70	%	-40°C ≤ TA ≤ +125°C	VDD = 3.0-3.6V

注 1: LPRC 频率将随 VDD 的变化而变化。

图 29-3: CLKO 和 I/O 时序特性

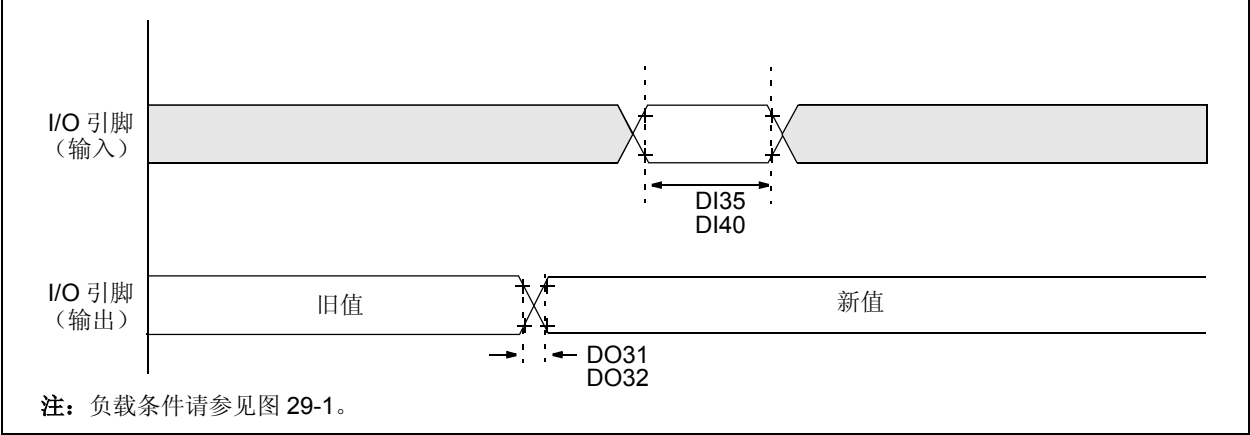


表 29-20: I/O 时序要求

交流特性				标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)			
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件
DO31	TioR	端口输出上升时间	—	10	25	ns	—
DO32	TioF	端口输出下降时间	—	10	25	ns	—
DI35	TiNP	INTx 引脚高电平或低电平时间 (输出)	20	—	—	ns	—
DI40	TRBP	CNx 高电平或低电平时间 (输入)	2	—	—	Tcy	—

注 1: 除非另外声明, 否则 “典型值” 栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

图 29-4: 复位、看门狗定时器、振荡器起振定时器和上电延时定时器时序特性

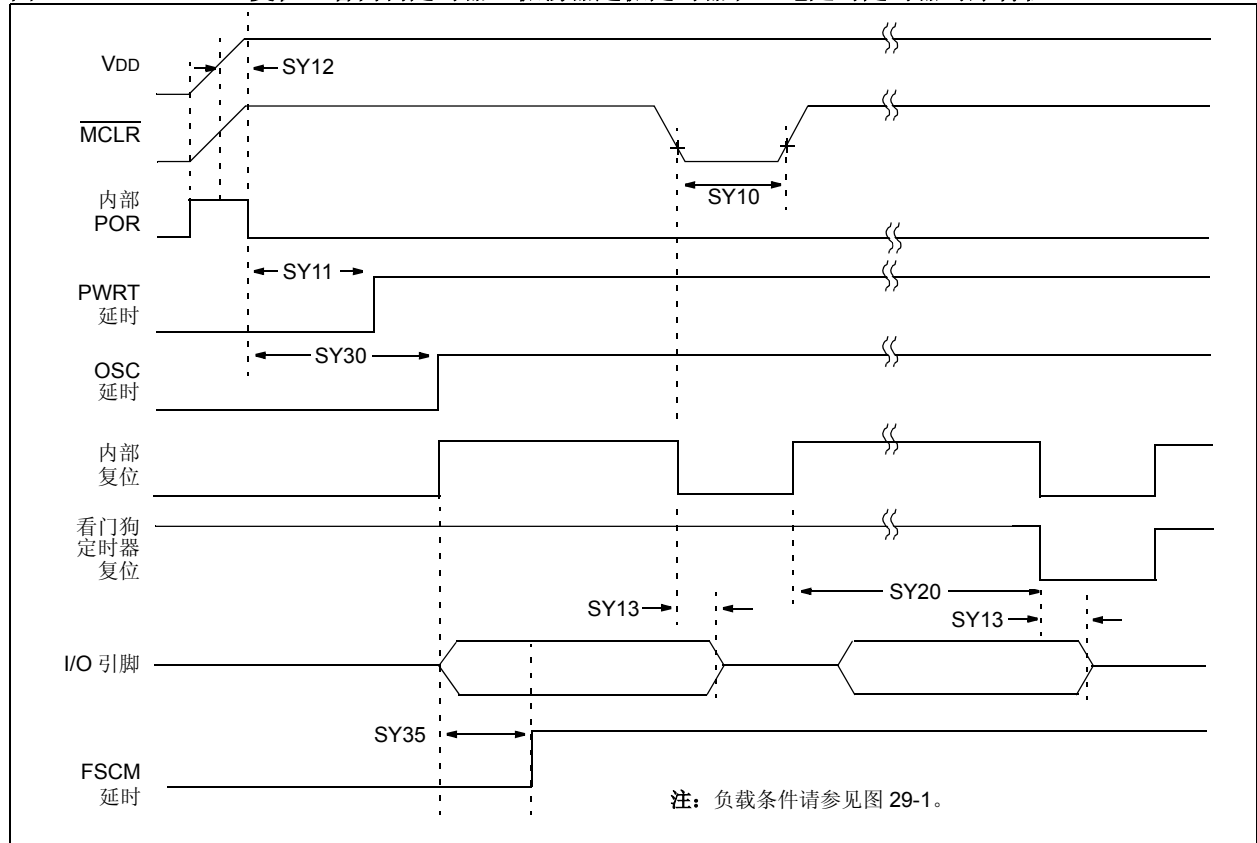
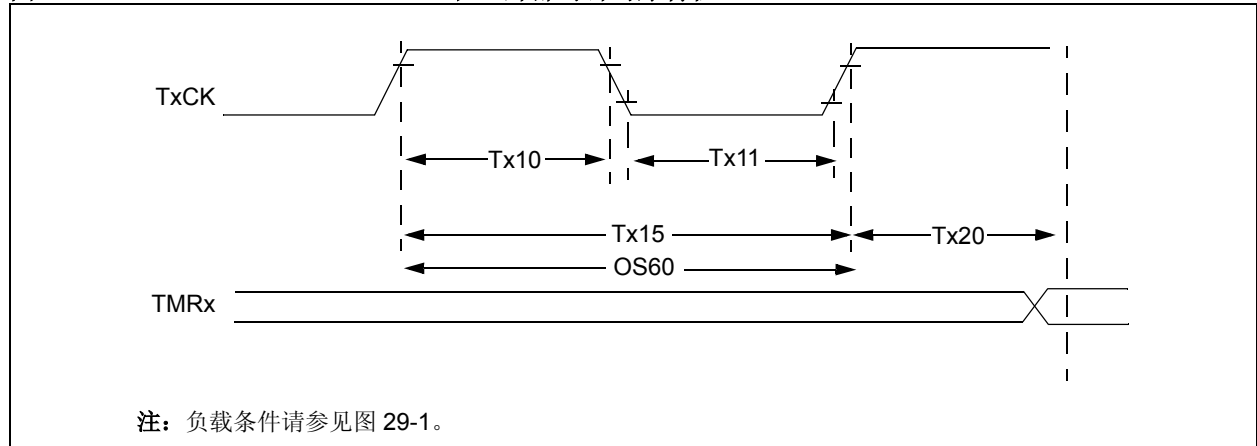


表 29-21: 复位、看门狗定时器、振荡器起振定时器和上电延时定时器时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性 (1)	最小值	典型值 (2)	最大值	单位	条件
SY10	TMCL	MCLR 脉冲宽度 (低电平)	2	—	—	μs	-40°C 至 +85°C
SY11	TPWRT	上电延时定时器周期	—	2 4 8 16 32 64 128	—	ms	-40°C 至 +85°C 用户可编程
SY12	TPOR	上电复位延时	3	10	30	μs	-40°C 至 +85°C
SY13	TIOZ	自 MCLR 低电平或看门狗定时器复位起 I/O 处于高阻态的时间	0.68	0.72	1.2	μs	
SY20	TWDT1	看门狗定时器超时周期 (无预分频器)	1.7	2.1	2.6	ms	VDD = 3V, -40°C 至 +85°C
SY30	TOST	振荡器起振定时器周期	—	1024 TOSC	—	—	TOSC = OSC1 周期
SY35	TFSCM	故障保护时钟监视器延时	—	500	900	μs	-40°C 至 +85°C

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。
2: 除非另外声明, 否则 “典型值” 栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

图 29-5: TIMER1、2、3 和 4 外部时钟时序特性

表 29-22: TIMER1 外部时钟时序要求⁽¹⁾

交流特性				标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数 编号	符号	特性		最小值	典型值	最大值	单位	条件
TA10	T _{TxH}	TxCK 高电平时间	同步, 无预分频器	0.5 T _{CY} + 20	—	—	ns	也必须满足参数 TA15
			同步, 带预分频器	10	—	—	ns	
			异步	10	—	—	ns	
TA11	T _{TxL}	TxCK 低电平时间	同步, 无预分频器	0.5 T _{CY} + 20	—	—	ns	也必须满足参数 TA15
			同步, 带预分频器	10	—	—	ns	
			异步	10	—	—	ns	
TA15	T _{TxP}	TxCK 输入周期	同步, 无预分频器	T _{CY} + 40	—	—	ns	N = 预分频值 (1, 8, 64, 256)
			同步, 带预分频器	取如下二者 中较大值: 20 ns 或 (T _{CY} + 40)/N	—	—	—	
			异步	20	—	—	ns	
OS60	F _{t1}	SOSC1/T1CK 振荡器输入频率范围 (通过置 1 TCS (T1CON<1>) 使 能振荡器)		DC	—	50	kHz	
TA20	T _{CKEXTMRL}	从外部 TxCK 时钟边沿到定时器递 增之间的延时		0.5 T _{CY}	—	1.5 T _{CY}	—	

注 1: Timer1 属于 A 类定时器。

表 29-23: TIMER2 和 TIMER4 外部时钟时序要求

交流特性				标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度				
				-40°C ≤ T _A ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ T _A ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性		最小值	典型值	最大值	单位	条件
TB10	TtxH	TxCK 高电平时间	同步, 无预分频器	0.5 T _{CY} + 20	—	—	ns	也必须满足参数 TB15
			同步, 带预分频器	10	—	—	ns	
TB11	TtxL	TxCK 低电平时间	同步, 无预分频器	0.5 T _{CY} + 20	—	—	ns	也必须满足参数 TB15
			同步, 带预分频器	10	—	—	ns	
TB15	TtxP	TxCK 输入周期	同步, 无预分频器	T _{CY} + 40	—	—	ns	N = 预分频值 (1, 8, 64, 256)
			同步, 带预分频器	取如下二者 中较大值: 20 ns 或 (T _{CY} + 40)/N				
TB20	TCKEXTMRL	从外部 TxCK 时钟边沿到定时器递增之间的延时		0.5 T _{CY}	—	1.5 T _{CY}	—	

表 29-24: TIMER3 和 TIMER5 外部时钟时序要求

交流特性				标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度				
				-40°C ≤ T _A ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ T _A ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性		最小值	典型值	最大值	单位	条件
TC10	TtxH	TxCK 高电平时间	同步	0.5 T _{CY} + 20	—	—	ns	也必须满足参数 TC15
TC11	TtxL	TxCK 低电平时间	同步	0.5 T _{CY} + 20	—	—	ns	也必须满足参数 TC15
TC15	TtxP	TxCK 输入周期	同步, 无预分频器	T _{CY} + 40	—	—	ns	N = 预分频值 (1, 8, 64, 256)
			同步, 带预分频器	取如下二者 中较大值: 20 ns 或 (T _{CY} + 40)/N				
TC20	TCKEXTMRL	从外部 TxCK 时钟边沿到定时器递增之间的延时		0.5 T _{CY}	—	1.5 T _{CY}	—	

图 29-6: 输入捕捉 (CAPx) 时序特性

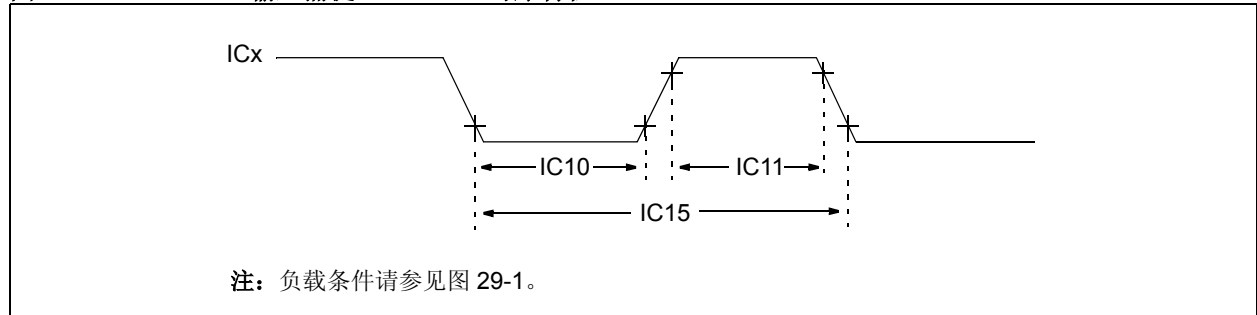


表 29-25: 输入捕捉时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明)				
			工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性 ⁽¹⁾		最小值	最大值	单位	条件
IC10	TccL	ICx 输入低电平时间	无预分频器	0.5 Tcy + 20	—	ns	
			带预分频器	10	—	ns	
IC11	TccH	ICx 输入高电平时间	无预分频器	0.5 Tcy + 20	—	ns	
			带预分频器	10	—	ns	
IC15	TccP	ICx 输入周期		(Tcy + 40)/N	—	ns	N = 预分频值 (1、4 或 16)

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

图 29-7: 输出比较模块 (OCx) 时序特性

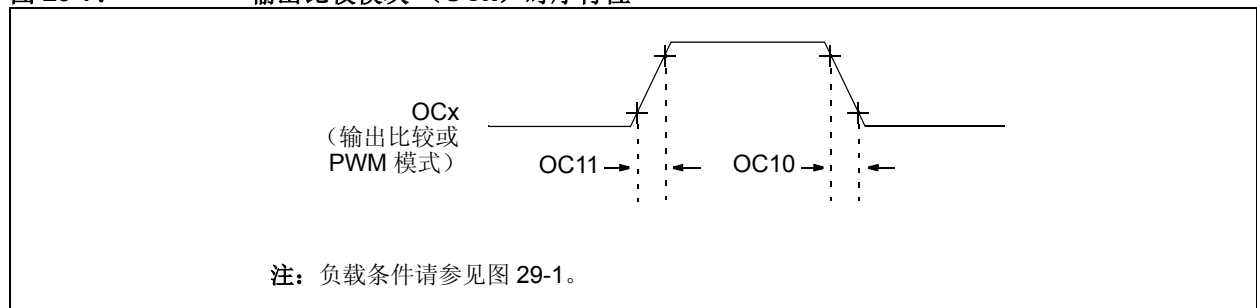


表 29-26: 输出比较模块时序要求

交流特性		标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性 (1)	最小值	典型值	最大值	单位
OC10	TccF	OCx 输出下降时间	—	—	—	ns
OC11	TccR	OCx 输出上升时间	—	—	—	ns

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

图 29-8: 输出比较 /PWM 模块时序特性

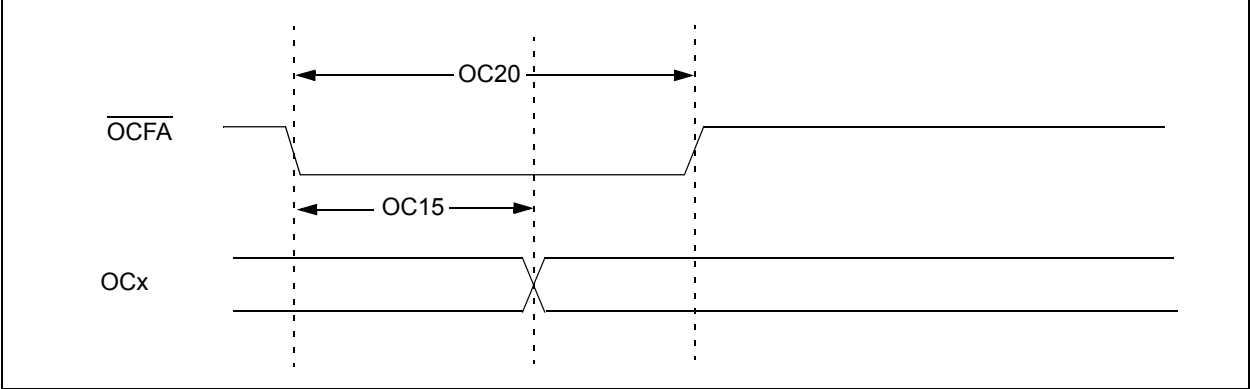


表 29-27: 简单输出比较 /PWM 模式时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明)				
			工作温度				
			-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级)				
			-40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性 (1)	最小值	典型值	最大值	单位	条件
OC15	T _{FD}	故障输入到 PWM I/O 发生变化的时间	—	—	50	ns	—
OC20	T _{FLT}	故障输入脉冲宽度	50	—	—	ns	—

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

图 29-9: SPIx 模块主模式 (CKE = 0) 时序特性

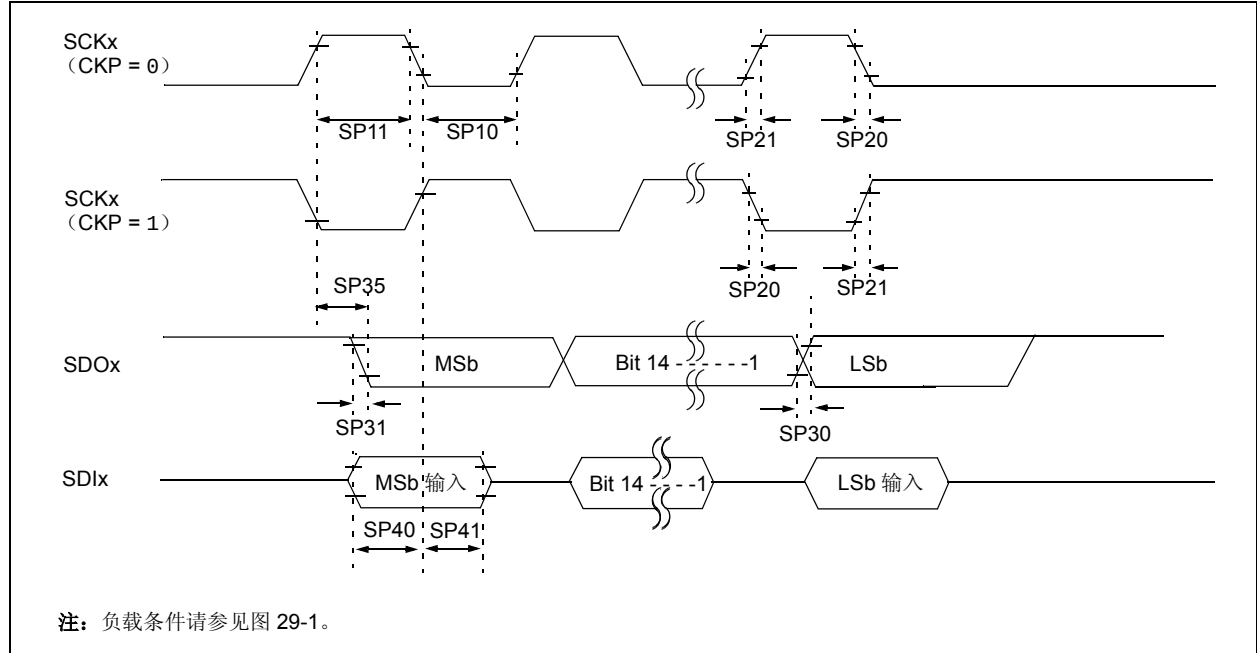


表 29-28: SPIx 主模式 (CKE = 0) 时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度				
			-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性 (1)	最小值	典型值 (2)	最大值	单位	条件
SP10	TscL	SCKx 输出低电平时间	Tcy/2	—	—	ns	见注 3
SP11	Tsch	SCKx 输出高电平时间	Tcy/2	—	—	ns	见注 3
SP20	TscF	SCKx 输出下降时间	—	—	—	ns	见参数 D032 和注 4
SP21	TscR	SCKx 输出上升时间	—	—	—	ns	见参数 D031 和注 4
SP30	TdoF	SDOx 数据输出下降时间	—	—	—	ns	见参数 D032 和注 4
SP31	TdoR	SDOx 数据输出上升时间	—	—	—	ns	见参数 D031 和注 4
SP35	Tsch2doV, TscL2doV	在 SCKx 边沿后 SDOx 数据输出有效的 时间	—	6	20	ns	—
SP40	TdiV2scH, TdiV2scL	SDIx 数据输入到 SCKx 边沿的 建立时间	23	—	—	ns	—
SP41	Tsch2diL, TscL2diL	SDIx 数据输入到 SCKx 边沿的 保持时间	30	—	—	ns	—

- 注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。
 2: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。
 3: SCKx 的最小时钟周期为 100 ns。因此, 主模式下产生的时钟不应违反此规范。
 4: 假定所有 SPIx 引脚上的负载均为 50 pF。

图 29-10: SPIx 模块主模式 (CKE = 1) 时序特性

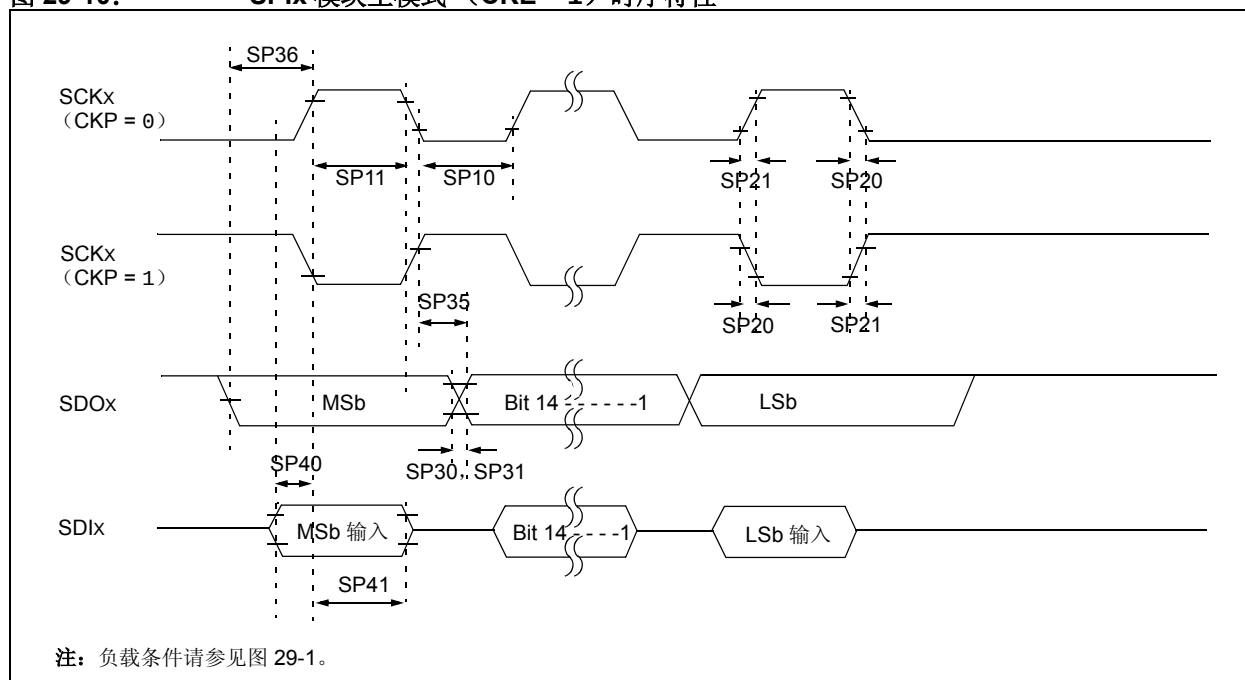


表 29-29: SPIx 模块主模式 (CKE = 1) 时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度				
			-40°C ≤ Ta ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ Ta ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性 (1)	最小值	典型值 (2)	最大值	单位	条件
SP10	TscL	SCKx 输出低电平时间 (3)	Tcy/2	—	—	ns	见注 3
SP11	TscH	SCKx 输出高电平时间 (3)	Tcy/2	—	—	ns	见注 3
SP20	TscF	SCKx 输出下降时间 (4)	—	—	—	ns	见参数 D032 和注 4
SP21	TscR	SCKx 输出上升时间 (4)	—	—	—	ns	见参数 D031 和注 4
SP30	TdoF	SDOx 数据输出下降时间 (4)	—	—	—	ns	见参数 D032 和注 4
SP31	TdoR	SDOx 数据输出上升时间 (4)	—	—	—	ns	见参数 D031 和注 4
SP35	Tsch2doV, TscL2doV	在 SCKx 边沿后 SDOx 数据输出有效的时间	—	6	20	ns	—
SP36	TdoV2sc, TdoV2scL	SDOx 数据输出建立到出现第一个 SCKx 边沿的时间	30	—	—	ns	—
SP40	TdiV2scH, TdiV2scL	SDIx 数据输入到 SCKx 边沿的建立时间	23	—	—	ns	—
SP41	Tsch2diL, TscL2diL	SDIx 数据输入到 SCKx 边沿的保持时间	30	—	—	ns	—

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

2: 除非另外声明, 否则 “典型值” 栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

3: SCKx 的最小时钟周期为 100 ns。主模式下产生的时钟不应违反此规范。

4: 假定所有 SPIx 引脚上的负载均为 50 pF。

图 29-11: SPIx 模块从模式 (CKE = 0) 时序特性

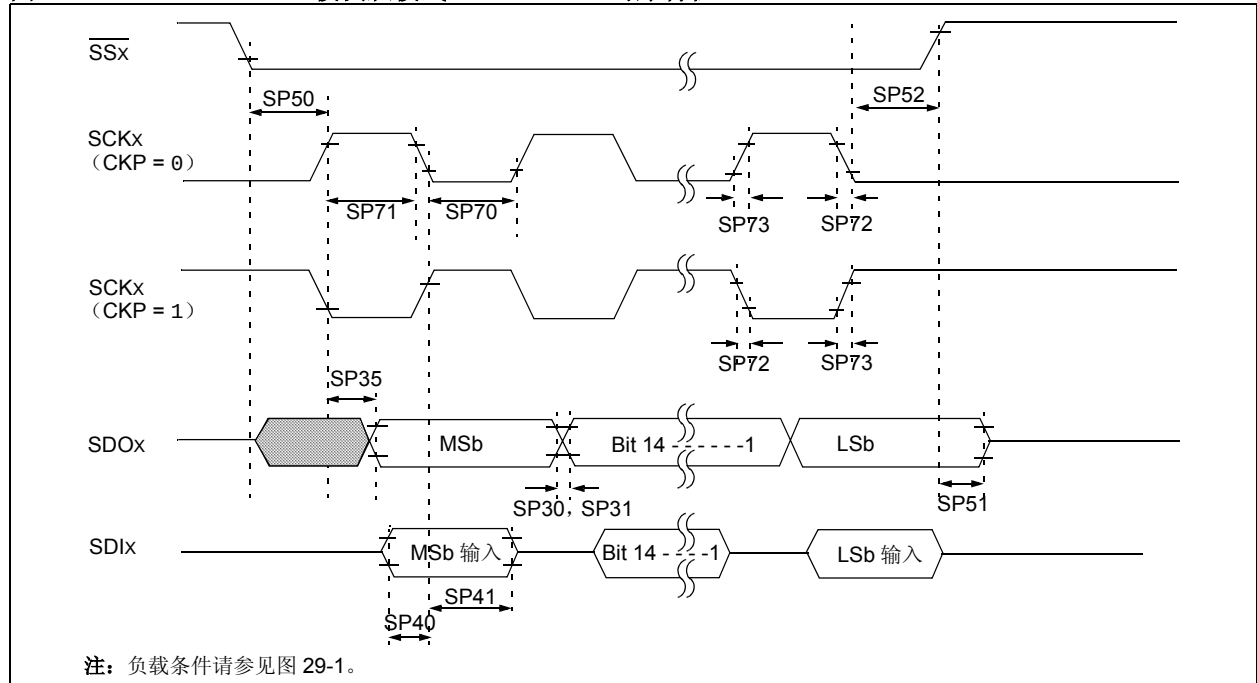


表 29-30: SPIx 模块从模式 (CKE = 0) 时序要求

交流特性		标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ Ta ≤ +125°C (扩展级)					
参数编号	符号	特性 (1)	最小值	典型值 (2)	最大值	单位	条件
SP70	TscL	SCKx 输入低电平时间	30	—	—	ns	—
SP71	TscH	SCKx 输入高电平时间	30	—	—	ns	—
SP72	TscF	SCKx 输入下降时间 (3)	—	10	25	ns	见注 3
SP73	TscR	SCKx 输入上升时间 (3)	—	10	25	ns	见注 3
SP30	TdoF	SDOx 数据输出下降时间 (3)	—	—	—	ns	见参数 D032 和注 3
SP31	TdoR	SDOx 数据输出上升时间 (3)	—	—	—	ns	见参数 D031 和注 3
SP35	TscH2doV, TscL2doV	在 SCKx 边沿后 SDOx 数据输出有效的时间	—	—	30	ns	—
SP40	TdiV2scH, TdiV2scL	SDIx 数据输入到 SCKx 边沿的建立时间	20	—	—	ns	—
SP41	TscH2diL, TscL2diL	SDIx 数据输入到 SCKx 边沿的保持时间	20	—	—	ns	—
SP50	TssL2scH, TssL2scL	SSx ↓ 到 SCKx ↑ 或 SCKx 输入的时间	120	—	—	ns	—
SP51	TssH2doZ	SSx ↑ 到 SDOx 输出高阻态的时间 (3)	10	—	50	ns	见注 3
SP52	TscH2ssH, TscL2ssH	SCKx 边沿后 SSx 有效的时间	1.5 Tcy + 40	—	—	ns	—

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

2: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

3: 假定所有 SPIx 引脚上的负载均为 50 pF。

图 29-12: SPIx 模块从模式 (CKE = 1) 时序特性

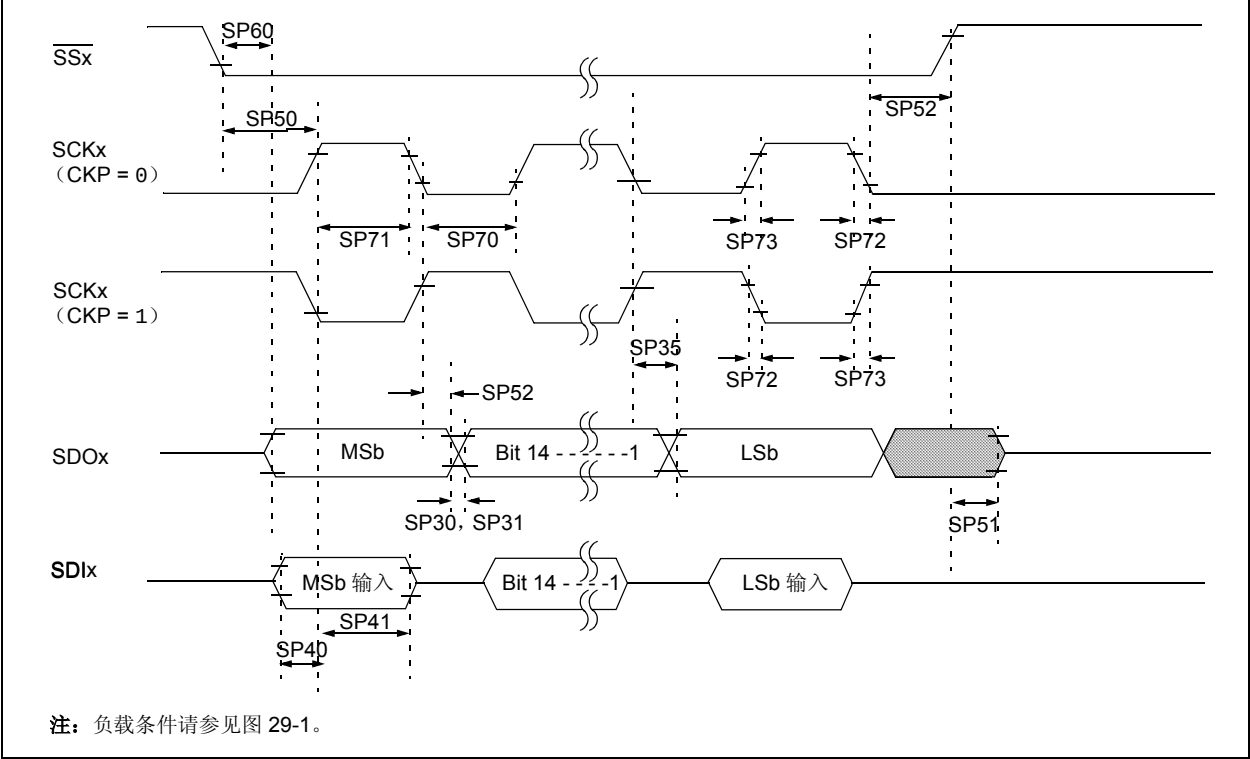


表 29-31: SPIx 模块从模式 (CKE = 1) 时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数 编号	符号	特性 ⁽¹⁾	最小值	典型值 ⁽²⁾	最大值	单位	条件
SP70	TscL	SCKx 输入低电平时间	30	—	—	ns	—
SP71	Tsch	SCKx 输入高电平时间	30	—	—	ns	—
SP72	TscF	SCKx 输入下降时间 ⁽³⁾	—	10	25	ns	见注 3
SP73	TscR	SCKx 输入上升时间 ⁽³⁾	—	10	25	ns	见注 3
SP30	TdoF	SDOx 数据输出下降时间 ⁽³⁾	—	—	—	ns	见参数 D032 和注 3
SP31	TdoR	SDOx 数据输出上升时间 ⁽³⁾	—	—	—	ns	见参数 D031 和注 3
SP35	Tsch2doV, TscL2doV	在 SCKx 边沿后 SDOx 数据输出有效的时间	—	—	30	ns	—
SP40	TdiV2scH, TdiV2scL	SDIx 数据输入到 SCKx 边沿的建立时间	20	—	—	ns	—
SP41	Tsch2diL, TscL2diL	SDIx 数据输入到 SCKx 边沿的保持时间	20	—	—	ns	—
SP50	TssL2scH, TssL2scL	$\overline{SSx}$ ↓ 到 SCKx ↓ 或 SCKx ↑ 输入的时间	120	—	—	ns	—
SP51	TssH2doZ	$\overline{SSx}$ ↑ 到 SDOx 输出高阻态的时间 ⁽⁴⁾	10	—	50	ns	—
SP52	Tsch2ssH, TscL2ssH	SCKx 边沿后 $\overline{SSx}$ ↑ 有效的时间	1.5 Tcy + 40	—	—	ns	见注 4
SP60	TssL2doV	在 $\overline{SSx}$ 边沿后 SDOx 数据输出有效的时间	—	—	50	ns	—

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

2: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。

3: SCKx 的最小时钟周期为 100 ns。主模式下产生的时钟不应违反此规范。

4: 假定所有 SPIx 引脚上的负载均为 50 pF。

图 29-13: I2Cx 总线启动位 / 停止位时序特性（主模式）

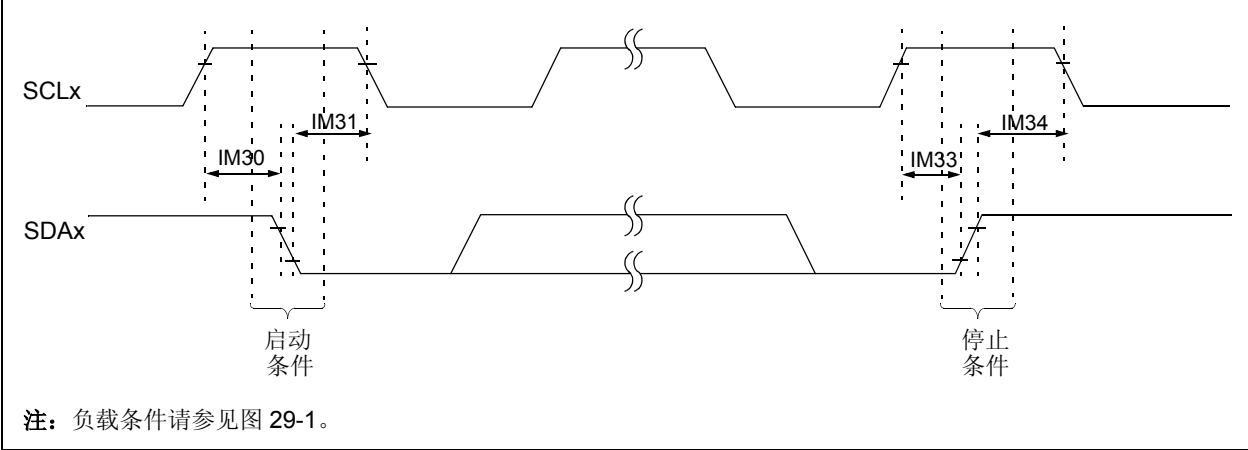


图 29-14: I2Cx 总线数据时序特性（主模式）

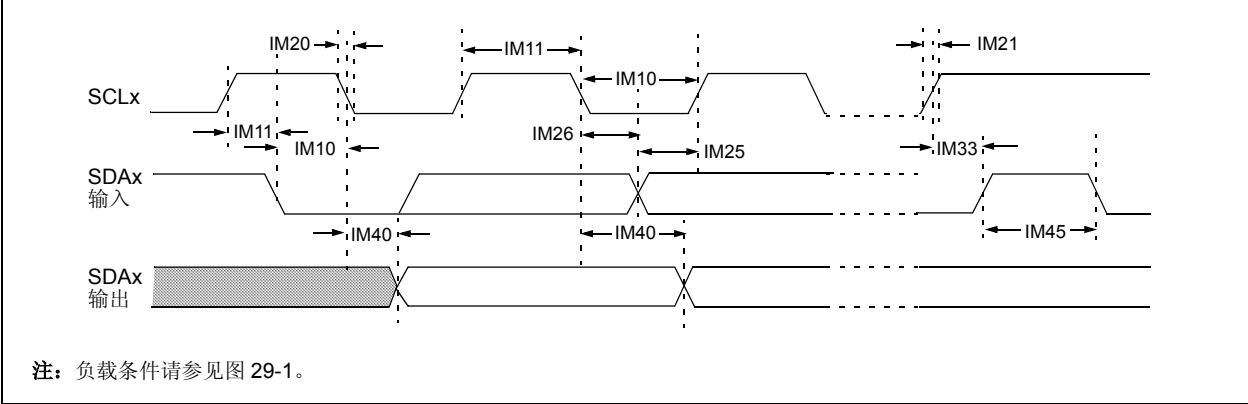


表 29-32: I2Cx 总线数据时序要求 (主模式)

交流特性				标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)			
参数编号	符号	特性		最小值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件
IM10	TLO:SCL	时钟低电平时间	100 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	—
			400 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	—
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	—
IM11	THI:SCL	时钟高电平时间	100 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	—
			400 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	—
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	—
IM20	TF:SCL	SDAx 和 SCLx 下降时间	100 kHz 模式	—	300	ns	Cb 值规定在 10 至 400pF 之间
			400 kHz 模式	20 + 0.1 Cb	300	ns	
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	—	100	ns	
IM21	TR:SCL	SDAx 和 SCLx 上升时间	100 kHz 模式	—	1000	ns	Cb 值规定在 10 至 400pF 之间
			400 kHz 模式	20 + 0.1 Cb	300	ns	
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	—	300	ns	
IM25	TSU:DAT	数据输入建立时间	100 kHz 模式	250	—	ns	—
			400 kHz 模式	100	—	ns	
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	40	—	ns	
IM26	THD:DAT	数据输入保持时间	100 kHz 模式	0	—	μs	—
			400 kHz 模式	0	0.9	μs	
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	0.2	—	μs	
IM30	TSU:STA	启动条件建立时间	100 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	仅与重复启动条件相关
			400 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	
IM31	THD:STA	启动条件保持时间	100 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	这个周期后产生第一个时钟脉冲
			400 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	
IM33	TSU:STO	停止条件建立时间	100 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	—
			400 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	Tcy/2 (BRG + 1)	—	μs	
IM34	THD:STO	停止条件保持时间	100 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	ns	—
			400 kHz 模式	Tcy/2 (BRG + 1)	—	ns	
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	Tcy/2 (BRG + 1)	—	ns	
IM40	TAA:SCL	自时钟边沿到输出有效的时间	100 kHz 模式	—	3500	ns	—
			400 kHz 模式	—	1000	ns	—
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	—	400	ns	—
IM45	TBF:SDA	总线空闲时间	100 kHz 模式	4.7	—	μs	在启动一个新的传输前总线必须保持空闲的时间
			400 kHz 模式	1.3	—	μs	
			1 MHz 模式 ⁽²⁾	0.5	—	μs	
IM50	Cb	总线容性负载		—	400	pF	—

注 1: BRG 为 I²C 波特率发生器的值。请参见《dsPIC33F 系列参考手册》中的第 19 章 “I²C™”。请参见 Microchip 网站 (www.microchip.com) 了解最新的《dsPIC33F 系列参考手册》章节。

2: 所有 I2Cx 引脚的最大引脚电容为 10 pF (仅对于 1 MHz 模式)。

图 29-15: I2Cx 总线启动位 / 停止位时序特性 (从模式)

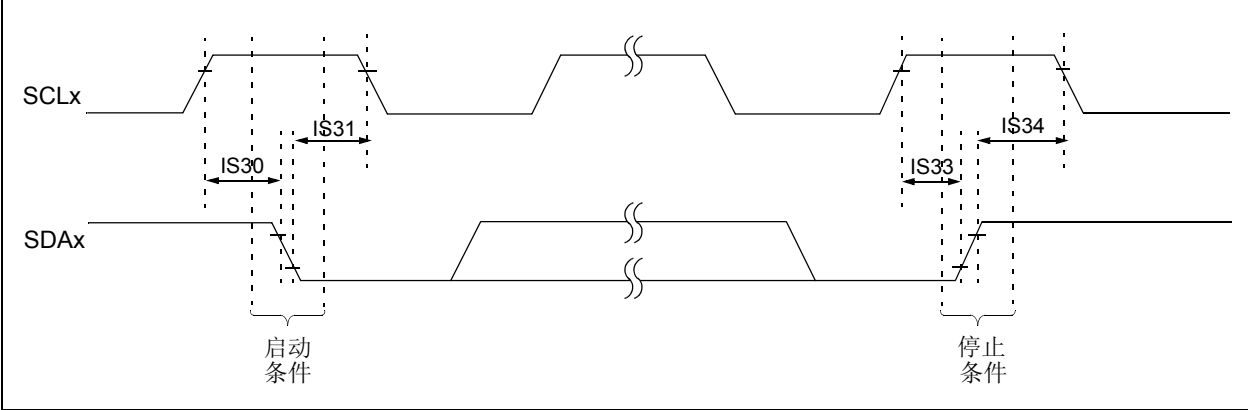


图 29-16: I2Cx 总线数据时序特性 (从模式)

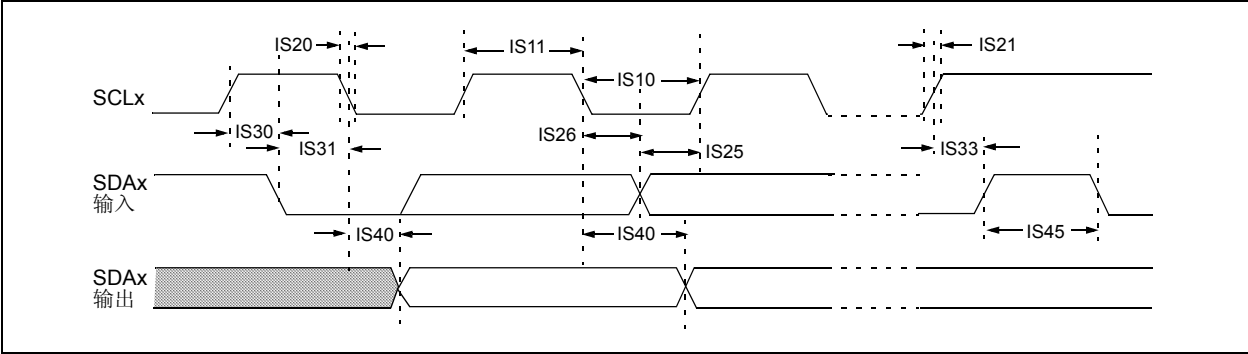


表 29-33: I2Cx 总线数据时序要求 (从模式)

交流特性				标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ Ta ≤ +125°C (扩展级)			
参数	符号	特性		最小值	最大值	单位	条件
IS10	TLO:SCL	时钟低电平时间	100 kHz 模式	4.7	—	μs	器件工作频率不得低于 1.5 MHz
			400 kHz 模式	1.3	—	μs	器件工作频率不得低于 10 MHz
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	0.5	—	μs	—
IS11	THI:SCL	时钟高电平时间	100 kHz 模式	4.0	—	μs	器件工作频率不得低于 1.5 MHz
			400 kHz 模式	0.6	—	μs	器件工作频率不得低于 10 MHz
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	0.5	—	μs	—
IS20	TF:SCL	SDAx 和 SCLx 下降时间	100 kHz 模式	—	300	ns	Cb 值规定在 10 至 400 pF 之间
			400 kHz 模式	20 + 0.1 Cb	300	ns	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	—	100	ns	
IS21	TR:SCL	SDAx 和 SCLx 上升时间	100 kHz 模式	—	1000	ns	Cb 值规定在 10 至 400 pF 之间
			400 kHz 模式	20 + 0.1 Cb	300	ns	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	—	300	ns	
IS25	TSU:DAT	数据输入建立时间	100 kHz 模式	250	—	ns	—
			400 kHz 模式	100	—	ns	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	100	—	ns	
IS26	THD:DAT	数据输入保持时间	100 kHz 模式	0	—	μs	—
			400 kHz 模式	0	0.9	μs	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	0	0.3	μs	
IS30	TSU:STA	启动条件建立时间	100 kHz 模式	4.7	—	μs	仅与重复启动条件相关
			400 kHz 模式	0.6	—	μs	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	0.25	—	μs	
IS31	THD:STA	启动条件保持时间	100 kHz 模式	4.0	—	μs	这个周期后产生第一个时钟脉冲
			400 kHz 模式	0.6	—	μs	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	0.25	—	μs	
IS33	TSU:STO	停止条件建立时间	100 kHz 模式	4.7	—	μs	—
			400 kHz 模式	0.6	—	μs	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	0.6	—	μs	
IS34	THD:STO	停止条件保持时间	100 kHz 模式	4000	—	ns	—
			400 kHz 模式	600	—	ns	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	250	—	ns	
IS40	TAA:SCL	自时钟边沿到输出有效的的时间	100 kHz 模式	0	3500	ns	—
			400 kHz 模式	0	1000	ns	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	0	350	ns	
IS45	TBF:SDA	总线空闲时间	100 kHz 模式	4.7	—	μs	在启动一个新的传输前总线必须保持空闲的时间
			400 kHz 模式	1.3	—	μs	
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	0.5	—	μs	
IS50	Cb	总线容性负载	—	—	400	pF	—

注 1: 所有 I2Cx 引脚的最大引脚电容为 10 pF (仅对于 1 MHz 模式)。

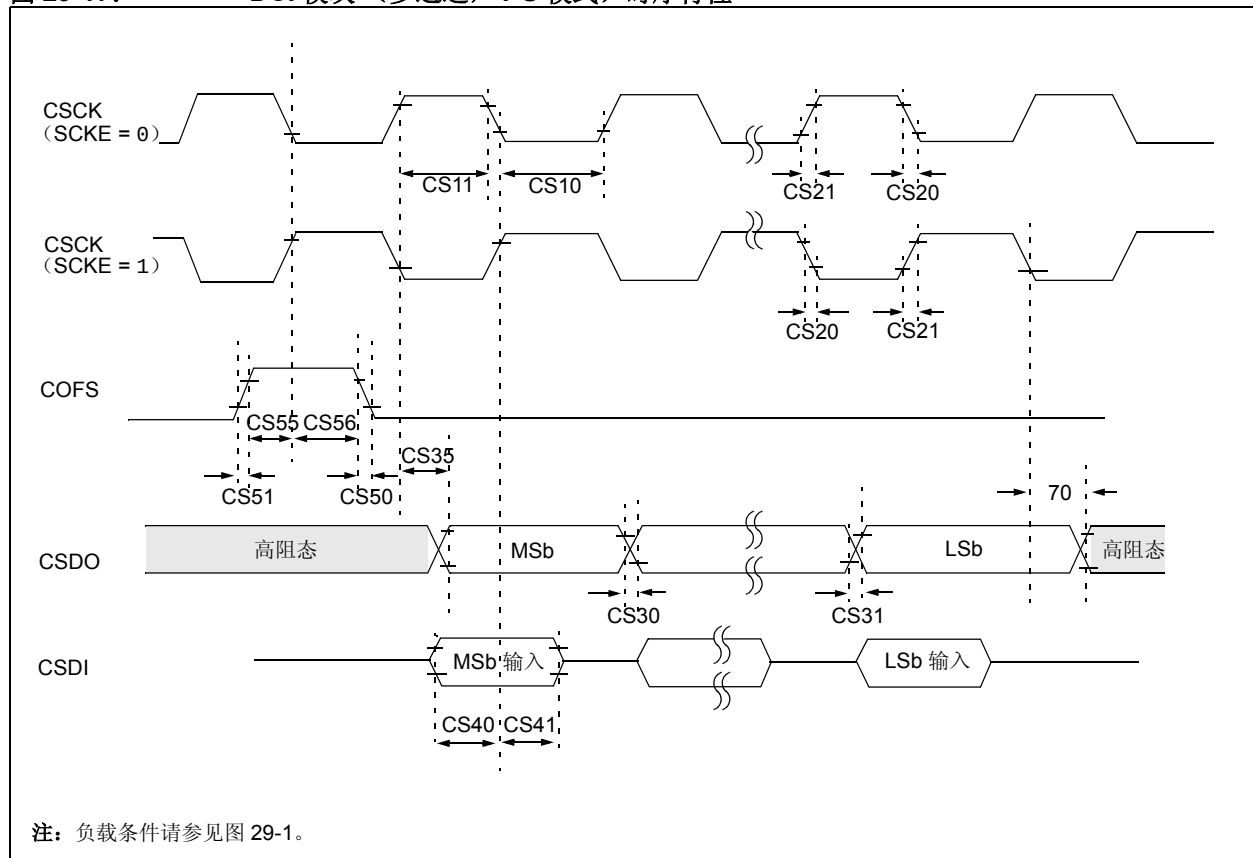
图 29-17: DCI 模块 (多通道, I²S 模式) 时序特性

表 29-34: DCI 模块 (多通道, I²S 模式) 时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ T _A ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ T _A ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性 ⁽¹⁾	最小值	典型值 ⁽²⁾	最大值	单位	条件
CS10	T _{CCKL}	C _{SCK} 输入低电平时间 (C _{SCK} 引脚为输入)	T _{CY} / 2 + 20	—	—	ns	—
		C _{SCK} 输出低电平时间 ⁽³⁾ (C _{SCK} 引脚为输出)	30	—	—	ns	—
CS11	T _{CCKH}	C _{SCK} 输入高电平时间 (C _{SCK} 引脚为输入)	T _{CY} / 2 + 20	—	—	ns	—
		C _{SCK} 输出高电平时间 ⁽³⁾ (C _{SCK} 引脚为输出)	30	—	—	ns	—
CS20	T _{CCKF}	C _{SCK} 输出下降时间 ⁽⁴⁾ (C _{SCK} 引脚为输出)	—	10	25	ns	—
CS21	T _{CCKR}	C _{SCK} 输出上升时间 ⁽⁴⁾ (C _{SCK} 引脚为输出)	—	10	25	ns	—
CS30	T _{CSDO}	C _{SDO} 数据输出下降时间 ⁽⁴⁾	—	10	25	ns	—
CS31	T _{CSDOR}	C _{SDO} 数据输出上升时间 ⁽⁴⁾	—	10	25	ns	—
CS35	T _{DV}	时钟边沿到 C _{SDO} 数据有效的时 间	—	—	10	ns	—
CS36	T _{DIV}	时钟边沿到 C _{SDO} 三态的时间	10	—	20	ns	—
CS40	T _{CSDI}	C _{SDI} 数据输入到 C _{SCK} 边沿的 建立时间 (C _{SCK} 引脚为输入或 输出)	20	—	—	ns	—
CS41	T _{HCDI}	C _{SDI} 数据输入到 C _{SCK} 边沿的 保持时间 (C _{SCK} 引脚为输入或 输出)	20	—	—	ns	—
CS50	T _{COFSF}	COFS 下降时间 (COFS 引脚为输出)	—	10	25	ns	注 1
CS51	T _{COFSR}	COFS 上升时间 (COFS 引脚为输出)	—	10	25	ns	注 1
CS55	T _{SCOFS}	COFS 数据输入到 C _{SCK} 边沿的 建立时间 (COFS 引脚为输入)	20	—	—	ns	—
CS56	T _{HCOFS}	COFS 数据输入到 C _{SCK} 边沿的 保持时间 (COFS 引脚为输入)	20	—	—	ns	—

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

2: 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。这些参数仅供设计参考, 未经测试。

3: C_{SCK} 的最小时钟周期为 100 ns。因此, 主模式下产生的时钟不应违反此规范。

4: 假定所有 DCI 引脚上的负载均为 50 pF。

图 29-18: DCI 模块 (AC-LINK 模式) 时序特性

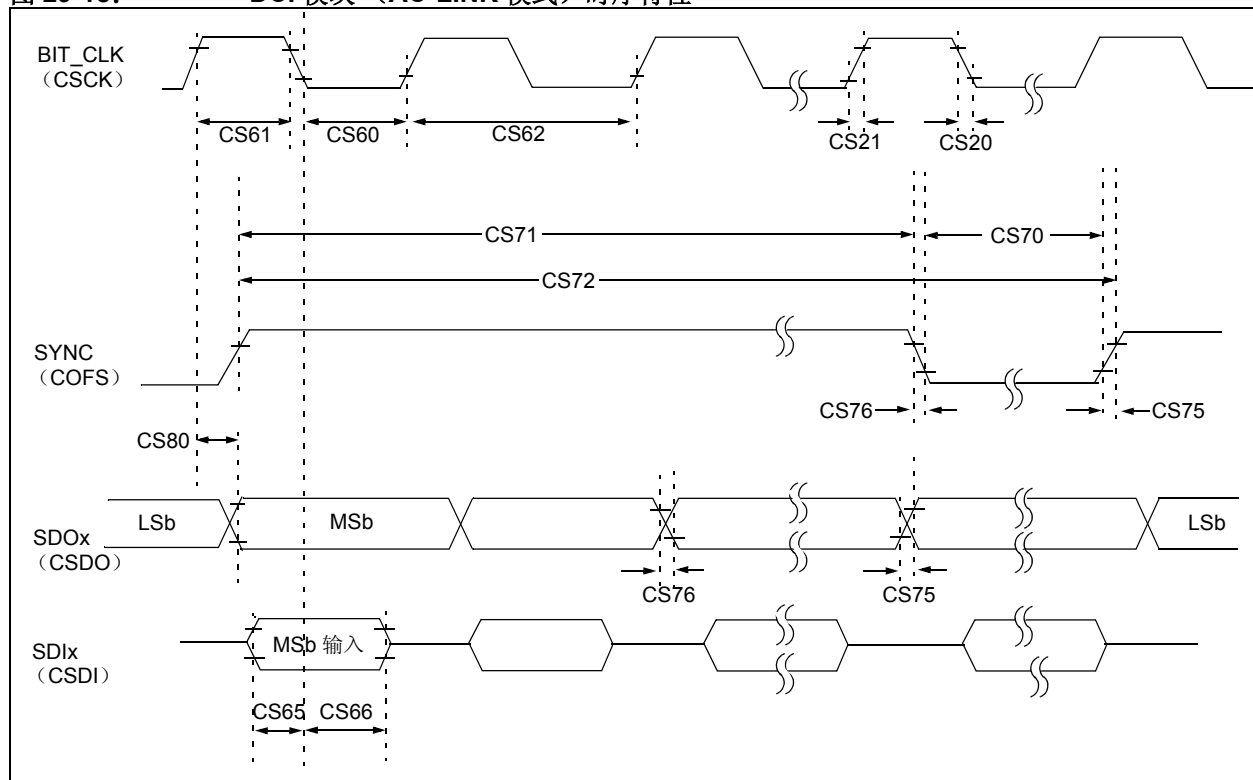


表 29-35: DCI 模块 (AC-LINK 模式) 时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ T _A ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ T _A ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性 (1,2)	最小值	典型值 (3)	最大值	单位	条件
CS60	TBCLKL	BIT_CLK 低电平时间	36	40.7	45	ns	—
CS61	TBCLKH	BIT_CLK 高电平时间	36	40.7	45	ns	—
CS62	TBCLK	BIT_CLK 周期	—	81.4	—	ns	位时钟为输入
CS65	TSACL	到 BIT_CLK 下降沿的输入建立时间	—	—	10	ns	—
CS66	THACL	自 BIT_CLK 下降沿起的输入保持时间	—	—	10	ns	—
CS70	TSYNCL	同步数据输出低电平时间	—	19.5	—	μs	注 1
CS71	TSYNCH	同步数据输出高电平时间	—	1.3	—	μs	注 1
CS72	TSYNC	同步数据输出周期	—	20.8	—	μs	注 1
CS75	TRACL	上升时间, 同步, SDATA_OUT	—	—	30	ns	CLOAD = 50 pF, VDD = 3V
CS76	TFACL	下降时间, 同步, SDATA_OUT	—	—	30	ns	CLOAD = 50 pF, VDD = 3V
CS80	TOVDACL	自 BIT_CLK 上升沿起的输出有效延时	—	—	15	ns	

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

2: 这些值假设 BIT_CLK 频率为 12.288 MHz。

3: 除非另外声明, 否则 “典型值” 栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。这些参数仅供设计参考, 未经测试。

图 29-19: ECAN 模块 I/O 时序特性

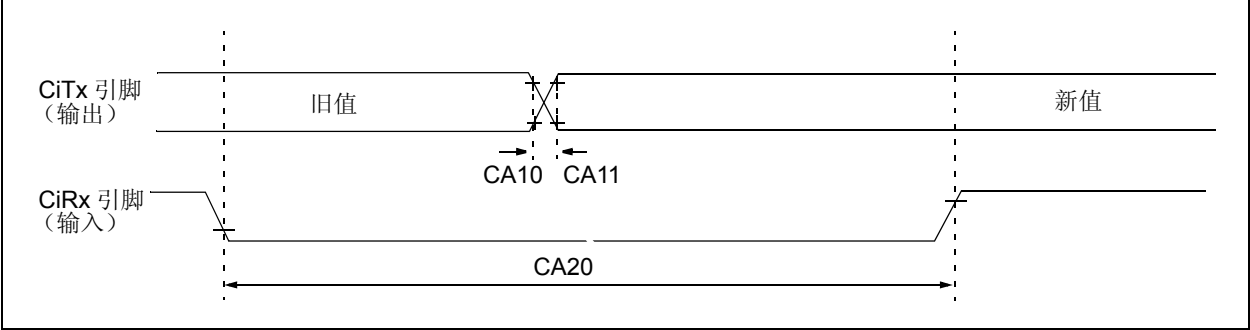


表 29-36: ECAN 模块 I/O 时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性 (1)	最小值	典型值 (2)	最大值	单位	条件
CA10	TioF	端口输出下降时间	—	—	—	ns	见参数 D032
CA11	TioR	端口输出上升时间	—	—	—	ns	见参数 D031
CA20	Tcwf	触发 CAN 唤醒滤波器的脉冲宽度	120	—	—	ns	—

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。
2: 除非另外声明, 否则 “典型值” 栏中的数据均为 3.3V 和 25°C 条件下的值。这些参数仅供设计参考, 未经测试。

表 29-37: ADC 模块规范

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
器件电源							
AD01	AVDD	模块电源 VDD	VDD - 0.3 和 3.0 中的 较大值	—	VDD + 0.3 和 3.6 中的 较小值	V	—
AD02	AVSS	模块电源 VSS	VSS - 0.3	—	VSS + 0.3	V	—
参考输入							
AD05	VREFH	参考电压高电平	AVSS + 2.7	—	AVDD	V	见注 1
AD05a			3.0	—	3.6	V	VREFH = AVDD VREFL = AVSS = 0
AD06	VREFL	参考电压低电平	AVSS	—	AVDD - 2.7	V	见注 1
AD06a			0	—	0	V	VREFH = AVDD VREFL = AVSS = 0
AD07	VREF	绝对参考电压	2.7	—	3.6	V	VREF = VREFH - VREFL
AD08	IREF	电流消耗		400 —	550 10	μA μA	ADC 工作 ADC 关闭
模拟输入							
AD12	VINH	输入电压范围 VINH	VINL	—	VREFH	V	该电压反映了采样和保持通道 0、1、2 和 3 (CH0-CH3), 正输入
AD13	VINL	输入电压范围 VINL	VREFL	—	AVSS + 1V	V	该电压反映了采样和保持通道 0、1、2 和 3 (CH0-CH3), 负输入
AD17	RIN	模拟信号源的推荐阻抗	— —	— —	200 200	Ω Ω	10 位 ADC 12 位 ADC

注 1: 这些参数不是特性值, 或生产时未经测试。

表 29-38: ADC 模块规范（12 位模式）

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
ADC 精度（12 位模式）——测量采用外部 VREF+/VREF-							
AD20a	Nr	分辨率	12 个数据位			位	
AD21a	INL	积分非线性误差	-2	—	+2	LSb	VINL = AVSS = VREFL = 0V, AVDD = VREFH = 3.6V
AD22a	DNL	微分非线性误差	>-1	—	<1	LSb	VINL = AVSS = VREFL = 0V, AVDD = VREFH = 3.6V
AD23a	GERR	增益误差	1.25	1.5	3	LSb	VINL = AVSS = VREFL = 0V, AVDD = VREFH = 3.6V
AD24a	Eoff	失调误差	1.25	1.52	2	LSb	VINL = AVSS = VREFL = 0V, AVDD = VREFH = 3.6V
AD25a	—	单调性	—	—	—	—	保证
ADC 精度（12 位模式）——测量采用内部 VREF+/VREF-							
AD20a	Nr	分辨率	12 个数据位			位	
AD21a	INL	积分非线性误差	-2	—	+2	LSb	VINL = AVSS = 0V, AVDD = 3.6V
AD22a	DNL	微分非线性误差	>-1	—	<1	LSb	VINL = AVSS = 0V, AVDD = 3.6V
AD23a	GERR	增益误差	2	3	7	LSb	VINL = AVSS = 0V, AVDD = 3.6V
AD24a	Eoff	失调误差	2	3	5	LSb	VINL = AVSS = 0V, AVDD = 3.6V
AD25a	—	单调性	—	—	—	—	保证
动态性能（12 位模式）							
AD30a	THD	总谐波失真	-77	-69	-61	dB	—
AD31a	SINAD	信噪比和失真	59	63	64	dB	—
AD32a	SFDR	无失真动态范围	63	72	74	dB	—
AD33a	FNYQ	输入信号带宽	—	—	250	kHz	—
AD34a	ENOB	有效位数	10.95	11.1	—	位	—

表 29-39: ADC 模块规范 (10 位模式)

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
ADC 精度 (10 位模式) ——测量采用外部 VREF+/VREF-							
AD20b	Nr	分辨率	10 个数据位			位	
AD21b	INL	积分非线性误差	-1.5	—	+1.5	LSb	VINL = AVSS = VREFL = 0V, AVDD = VREFH = 3.6V
AD22b	DNL	微分非线性误差	>-1	—	<1	LSb	VINL = AVSS = VREFL = 0V, AVDD = VREFH = 3.6V
AD23b	GERR	增益误差	1	3	6	LSb	VINL = AVSS = VREFL = 0V, AVDD = VREFH = 3.6V
AD24b	E _{OFF}	失调误差	1	2	5	LSb	VINL = AVSS = VREFL = 0V, AVDD = VREFH = 3.6V
AD25b	—	单调性	—	—	—	—	保证
ADC 精度 (10 位模式) ——测量采用内部 VREF+/VREF-							
AD20b	Nr	分辨率	10 个数据位			位	
AD21b	INL	积分非线性误差	-1		+1	LSb	VINL = AVSS = 0V, AVDD = 3.6V
AD22b	DNL	微分非线性误差	>-1		<1	LSb	VINL = AVSS = 0V, AVDD = 3.6V
AD23b	GERR	增益误差	1	5	6	LSb	VINL = AVSS = 0V, AVDD = 3.6V
AD24b	E _{OFF}	失调误差	1	2	3	LSb	VINL = AVSS = 0V, AVDD = 3.6V
AD25b	—	单调性	—	—	—	—	保证
动态性能 (10 位模式)							
AD30b	THD	总谐波失真	—	-64	-67	dB	—
AD31b	SINAD	信噪比和失真	—	57	58	dB	—
AD32b	SFDR	无失真动态范围	—	60	62	dB	—
AD33b	F _{NYQ}	输入信号带宽	—	—	550	kHz	—
AD34b	ENOB	有效位数	9.1	9.7	9.8	位	—

图 29-20: ADC 转换（12 位模式）时序特性（ASAM = 0, SSRC<2:0> = 000）

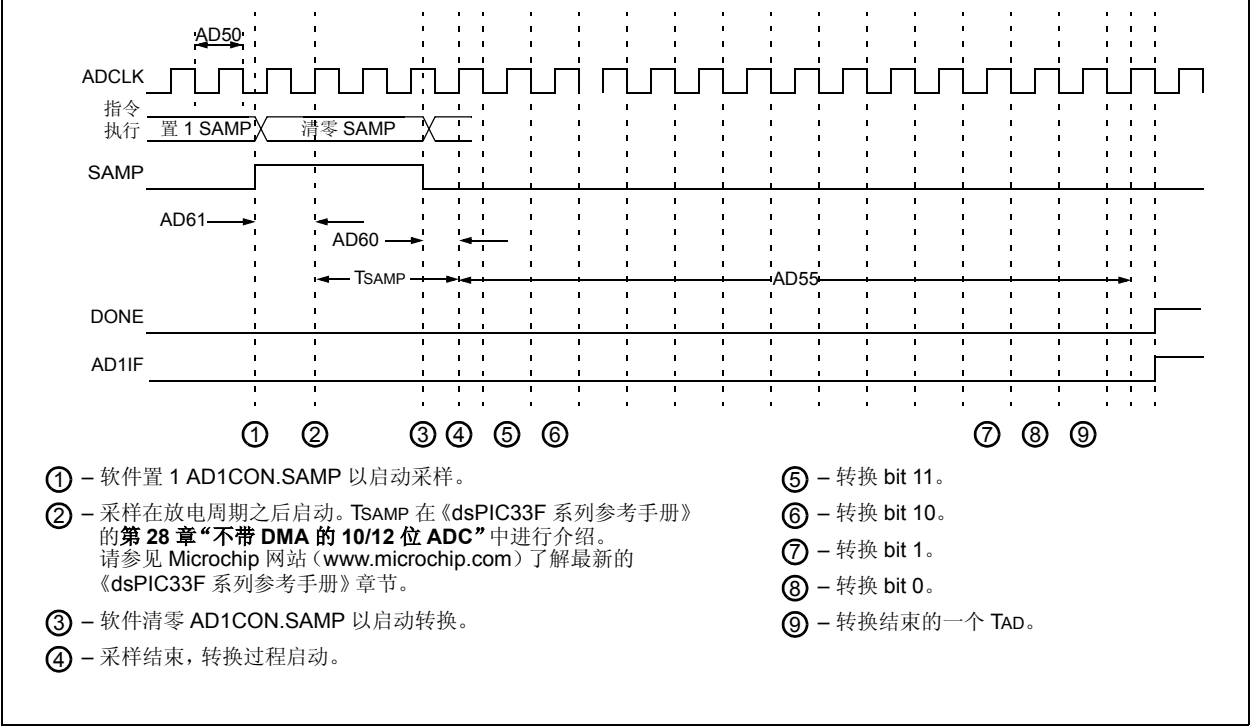


表 29-40: ADC 转换 (12 位模式) 时序要求

交流特性				标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)			
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 ⁽²⁾	最大值	单位	条件
时钟参数 ⁽¹⁾							
AD50	TAD	ADC 时钟周期	117.6	—	—	ns	
AD51	tRC	ADC 内部 RC 振荡器周期	—	250	—	ns	
转换速率							
AD55	tCONV	转换时间	—	14 TAD	—	ns	
AD56	FCNV	吞吐率	—	—	500	Ksps	
AD57	TSAMP	采样时间	3 TAD	—	—	—	
时序参数							
AD60	tPCS	从采样触发到转换开始的时间 ⁽²⁾	2 TAD	—	3 TAD	—	未选择自动转换触发
AD61	tPSS	从采样位 (SAMP) 置 1 到采样启动的时间 ⁽²⁾	2 TAD	—	3 TAD	—	—
AD62	tCSS	转换结束到采样启动 (ASAM = 1) 的时间 ⁽²⁾	—	0.5 TAD	—	—	—
AD63	tDPU	从 ADC 关闭到 ADC 开启, 用于稳定模拟级的时间 ⁽²⁾	—	20	—	μs	—

注 1: 因为采样电容最终将释放电荷, 因此低于 10 kHz 的时钟频率可能影响线性性能, 尤其是在温度较高时。

2: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

3: tDPU 是启动 ADC 模块 (AD1CON1<ADON>=1) 时, 模块稳定到相应的电平所需要的时间。在这段时间内, ADC 的结果不确定。

图 29-21: ADC 转换 (10 位模式) 时序特性
(CHPS<1:0> = 01, SIMSAM = 0, ASAM = 0, SSRC<2:0> = 000)

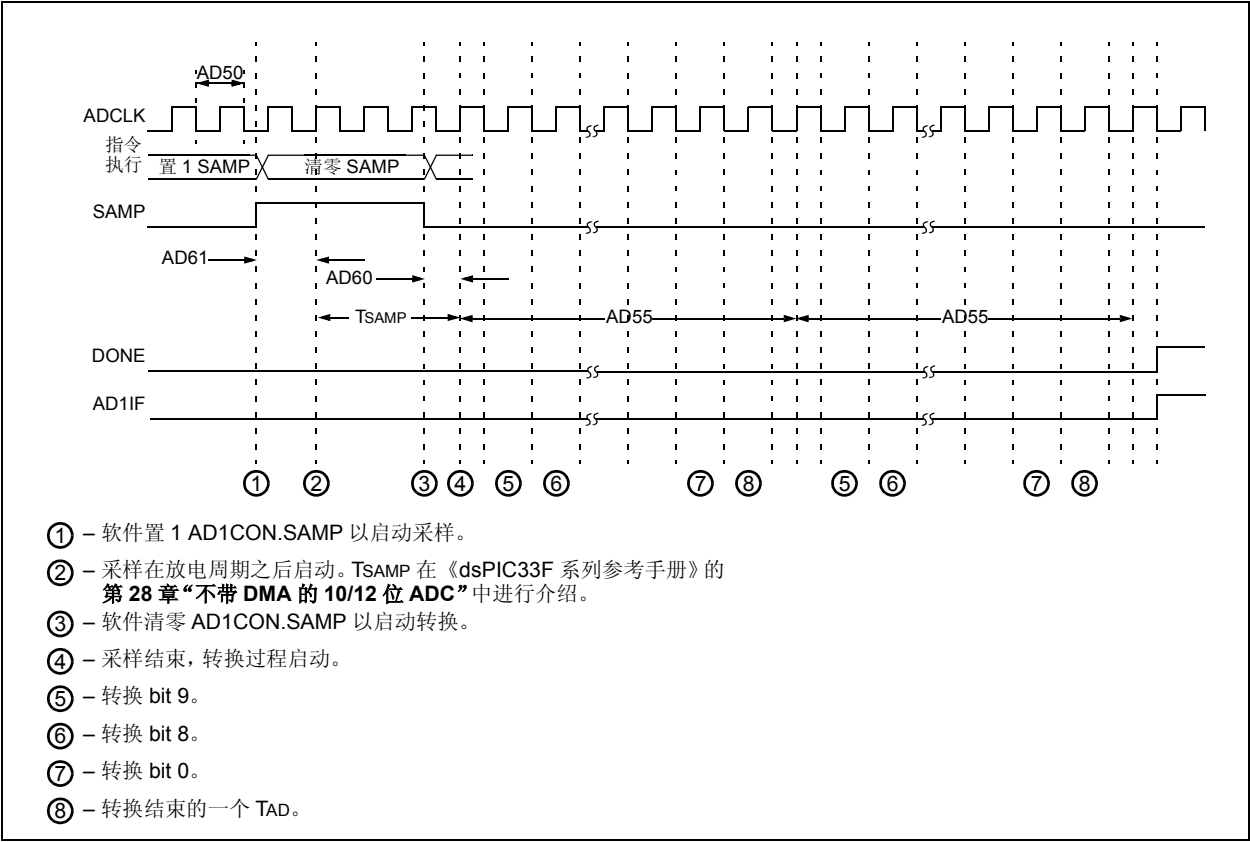


图 29-22: ADC 转换 (10 位模式) 时序特性 (CHPS<1:0> = 01, SIMSAM = 0, ASAM = 1, SSRC<2:0> = 111, SAMC<4:0> = 00001)

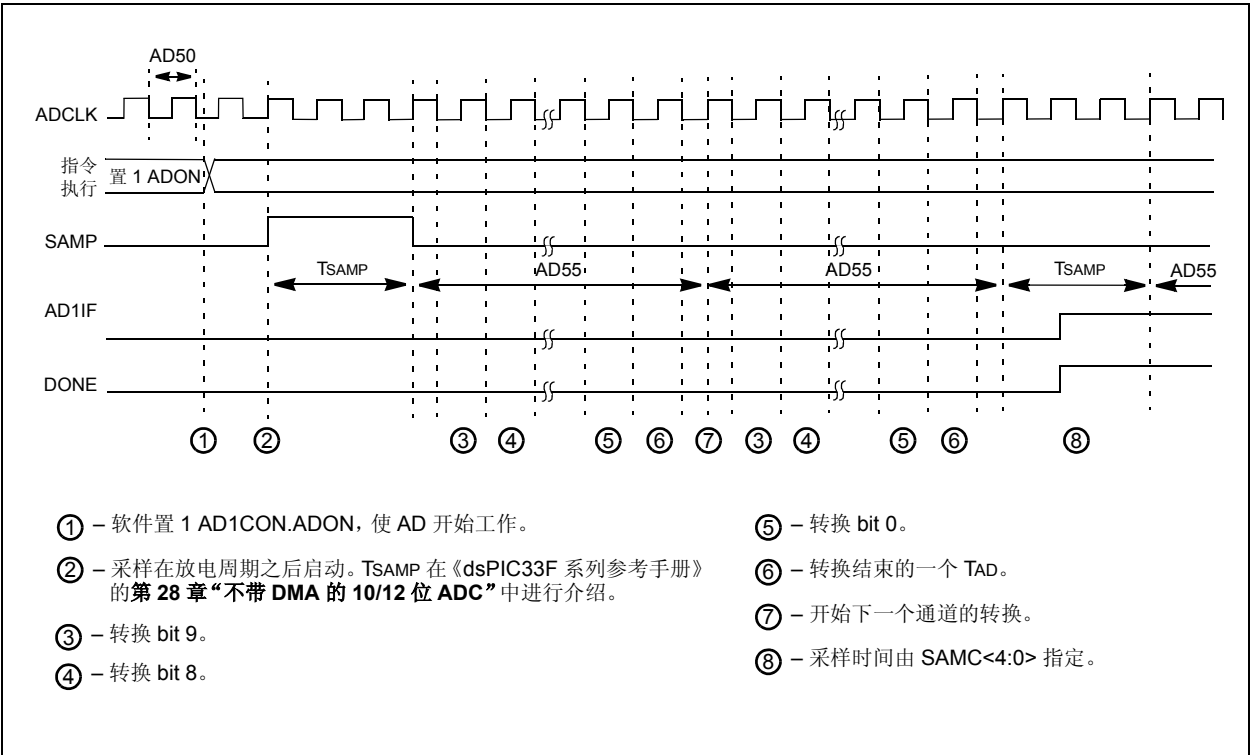


表 29-41: ADC 转换 (10 位模式) 时序要求

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位	条件
时钟参数							
AD50	TAD	ADC 时钟周期	76	—	—	ns	
AD51	tRC	ADC 内部 RC 振荡器周期	—	250	—	ns	
转换速率							
AD55	tCONV	转换时间	—	12 TAD	—	—	
AD56	FCNV	吞吐率	—	—	1.1	Msp/s	
AD57	TSAMP	采样时间	2 TAD	—	—	—	
时序参数							
AD60	tPCS	从采样触发到转换开始的时间 ⁽¹⁾	2 TAD	—	3 TAD	—	未选择自动触发转换
AD61	tPSS	从采样位 (SAMP) 置 1 到采样启动的时间 ⁽¹⁾	2 TAD	—	3 TAD	—	—
AD62	tCSS	转换结束到采样启动 (ASAM = 1) 的时间 ⁽¹⁾	—	0.5 TAD	—	—	—
AD63	tDPU	从 ADC 关闭到 ADC 开启, 用于稳定模拟级的时间 ⁽¹⁾	—	20	—	μs	—

注 1: 这些参数为特性值, 但生产时未经测试。

2: 因为采样电容最终将释放电荷, 因此低于 10 kHz 的时钟频率可能影响线性性能, 尤其是在温度较高时。

3: tDPU 是启动 ADC 模块 (AD1CON1<ADON>=1) 时, 模块稳定到相应的电平所需要的时间。在这段时间内, ADC 的结果不确定。

表 29-42: 音频 DAC 模块规范

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
时钟参数							
	VOMAX	输出最大电压	2.65	—	—	V	
	VOMIN	输出最小电压	—	—	0.65	V	
	VRES	分辨率		16 位			
		增益误差	—	-2%	—	—	
		失调误差			±30	mV	取决于参考电压稳定性
		微分非线性 (DNL)		±0.1		LSB	相对于 14 位精度
		积分非线性 (INL)		±0.2		LSB	相对于 14 位精度

表 29-43: 音频 DAC 模块规范

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
时钟参数							
		时钟频率	—	—	25.6	MHz	时钟
		采样速率	0	—	100	kHz	
		输入数据频率	0	—	45	kHz	采样频率 = 100 kHz
		初始化周期	1024	—	—	Clks	第一次采样前的时间
		信噪比	—	90	—	dB	采样频率 = 96 kHz
		信噪比和失真	82	—	—	dB	采样频率 = 96 kHz

表 29-44: 比较器时序规范

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数 编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
300	TRESP	响应时间 (1,2)	—	150	400	ns	
301	TMC2OV	比较器模式变为输出有效的 时间 (1)	—	—	10	µs	

注 1: 参数为特性值, 未经测试。
2: 响应时间是在比较器有一个输入端为 (VDD - 1.5)/2, 同时另一个输入端从 VSS 跳变到 VDD 时测量的。

表 29-45: 比较器模块规范

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
D300	VIOFF	输入失调电压 ⁽¹⁾	—	± 10	—	mV	
D301	VICM	输入共模电压 ⁽¹⁾	0	—	$A_{VDD}-1.5V$	V	
D302	CMRR	共模抑制比 ⁽¹⁾	-54	—	—	dB	

注 1: 参数为特性值, 未经测试。

表 29-46: 比较器参考电压稳定时间规范

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
VR310	TSET	稳定时间 ⁽¹⁾	—	—	10	μs	

注 1: 稳定时间是在 $\text{CVRR} = 1$ 并且 $\text{CVR3}:\text{CVR0}$ 位从 0000 跳变到 1111 时测得的。

表 29-47: 比较器参考电压规范

直流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
VRD310	CVRES	分辨率	$\text{CVRSRC}/24$	—	$\text{CVRSRC}/32$	LSb	
VRD311	CVRAA	绝对精度	—	—	0.5	LSb	
VRD312	CVRUR	单位电阻值 (R)	—	2k	—	Ω	

图 29-23: 并行从端口时序图

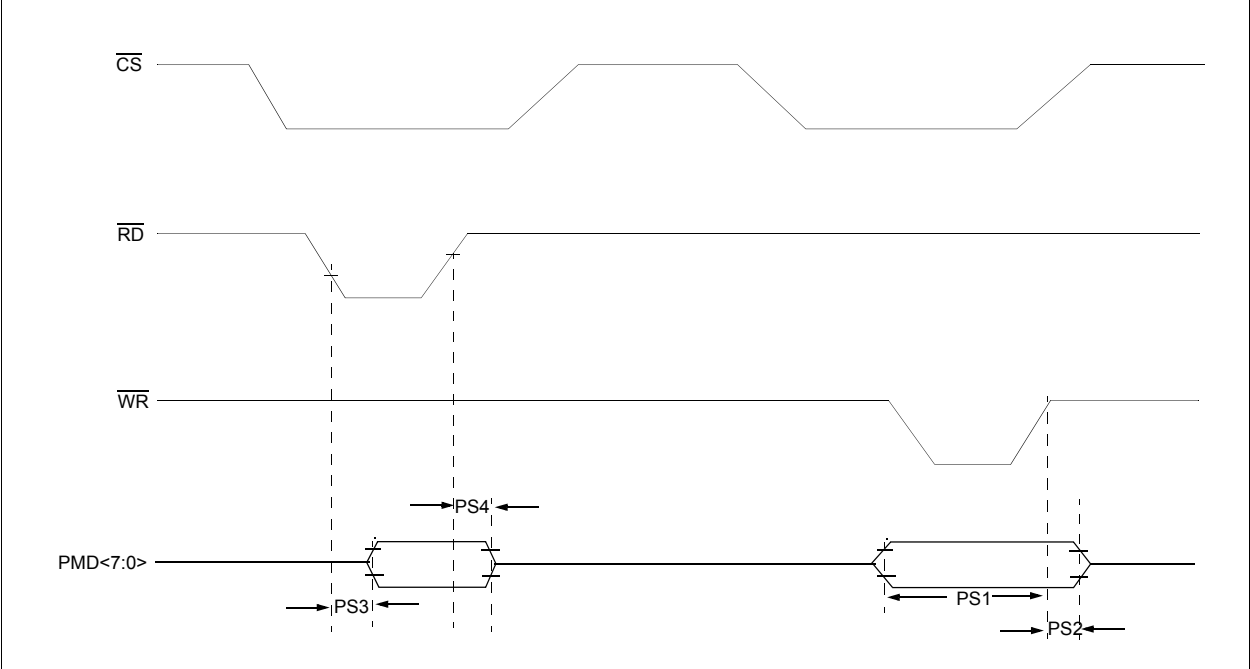


表 29-48: 稳定时间规范

交流特性			标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明)				
			工作温度				
			-40°C ≤ TA ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ TA ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
PS1	TdtV2wrH	$\overline{WR}$ 或 $\overline{CS}$ 无效之前数据输入有效的时间 (建立时间)	20	—	—	ns	
PS2	TwrH2dtl	$\overline{WR}$ 或 $\overline{CS}$ 无效到数据输入无效的时间 (保持时间)	20	—	—	ns	
PS3	TrdL2dtV	$\overline{RD}$ 和 $\overline{CS}$ 有效到数据输出有效的时间	—	—	80	ns	
PS4	TrdH2dtl	$\overline{RD}$ 有效或 $\overline{CS}$ 无效到数据输出无效的时间	10	—	30	ns	

图 29-24: 并行主端口读时序图

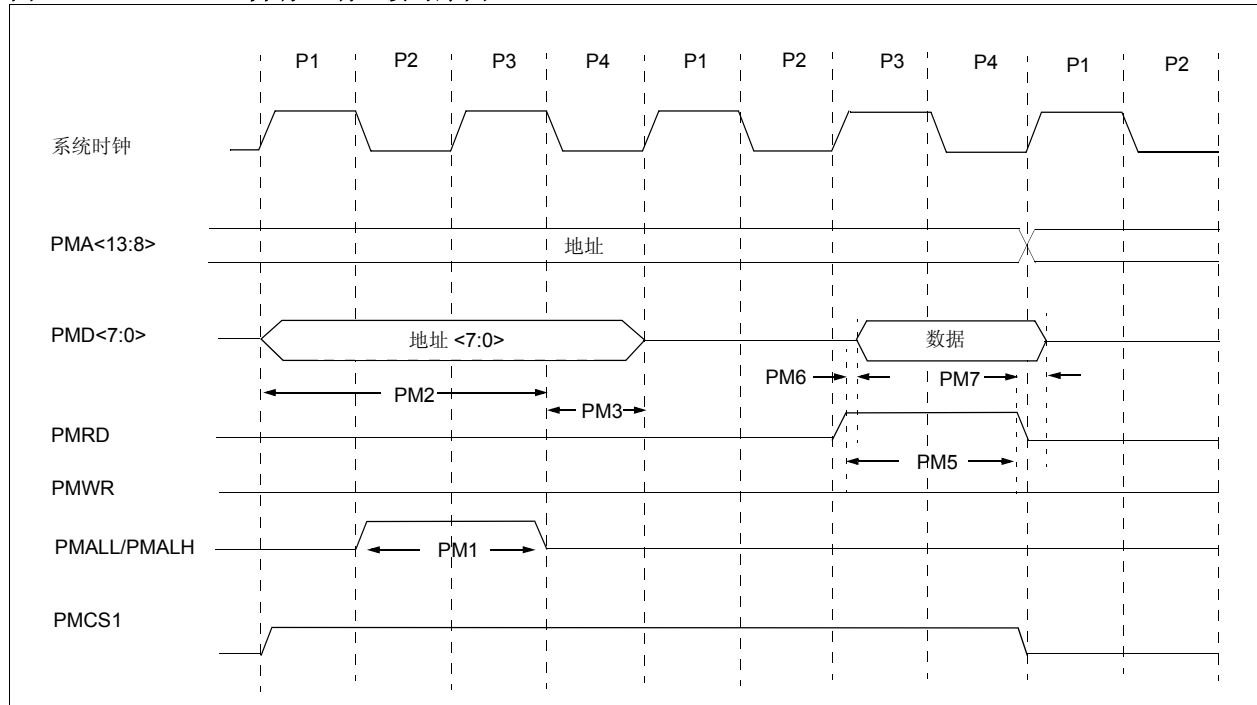
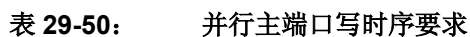


表 29-49: 并行主端口读时序要求

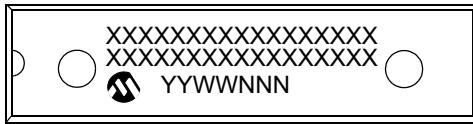
交流特性		标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C (工业级) -40°C ≤ Ta ≤ +125°C (扩展级)				
参数编号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
PM1	PMALL/PMALH 脉冲宽度	—	0.5 Tcy	—	ns	
PM2	地址输出有效到 PMALL/PMALH 无效的时间 (地址建立时间)	—	0.75 Tcy	—	ns	
PM3	PMALL/PMALH 无效到地址输出无效的时间 (地址保持时间)	—	0.25 Tcy	—	ns	
PM5	PMRD 脉冲宽度	—	0.5 Tcy	—	ns	
PM6	PMRD 或 PMENB 有效到数据输入有效的 时间(数据建立时间)	—	—	—	ns	
PM7	PMRD 或 PMENB 无效到数据输入无效的 时间(数据保持时间)	—	—	—	ns	



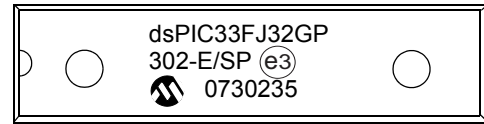
交流特性		标准工作条件: 3.0V 至 3.6V (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (扩展级)				
参数 编号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
PM11	PMWR 脉冲宽度	—	0.5 Tcy	—	ns	
PM12	PMWR 或 PMENB 变为无效之前数据输出有效的 时间 (数据建立时间)	—	—	—	ns	
PM13	PMWR 或 PMEMB 无效到数据输出无效的时间 (数据保持时间)	—	—	—	ns	
PM16	PMCSx 脉冲宽度	Tcy - 5	—	—	ns	

30.0 封装信息

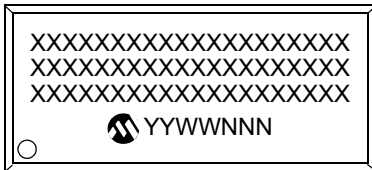
28 引脚 SPDIP



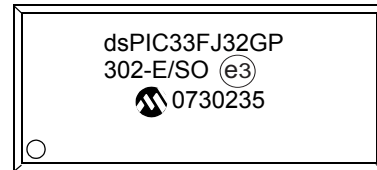
示例



28 引脚 SOIC (0.300 英寸)



示例



28 引脚 QFN-S



示例



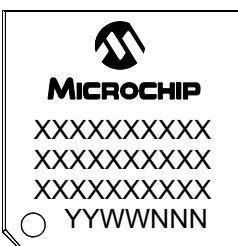
44 引脚 QFN



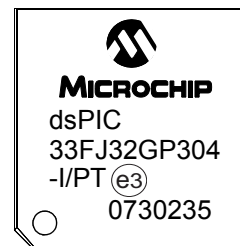
示例



44 引脚 TQFP



示例



图注:

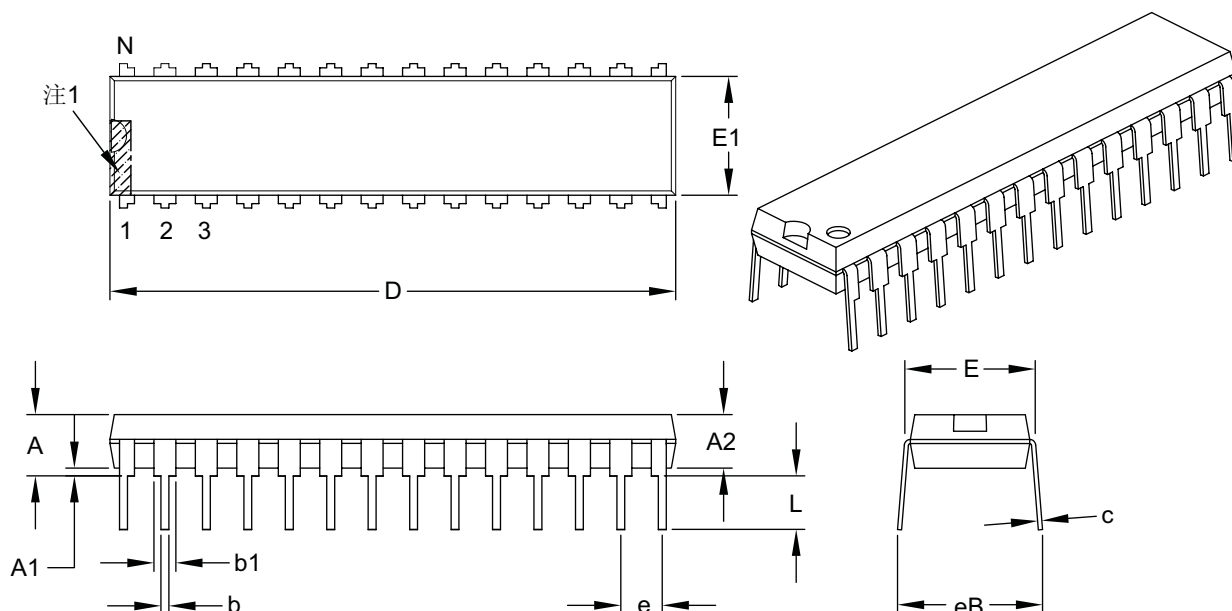
XX...X	客户信息
Y	年份代码 (日历年的最后一位数字)
YY	年份代码 (日历年的最后两位数字)
WW	星期代码 (1 月 1 日的星期代码为“01”)
NNN	以字母数字排序的追踪代码
(e3)	雾锡 (Matte Tin, Sn) 的 JEDEC 无铅标志
*	本封装为无铅封装。JEDEC 无铅标志 ((e3)) 标示于此种封装的外包装上。

注: Microchip 元器件编号如果无法在同一行内完整标注, 将换行标出, 因此会限制表示客户信息的字符数。

30.1 封装详细信息

28引脚窄型塑封双列直插式封装（SP）——主体300 mil [SPDIP]

注： 最新封装图请至<http://www.microchip.com/packaging>查看Microchip封装规范。



单位	尺寸范围	英寸		
		最小	正常	最大
引脚数	N	28		
引脚间距	e	.100 BSC		
顶端到固定面高度	A	—	—	.200
塑模封装厚度	A2	.120	.135	.150
塑模底面到固定面高度	A1	.015	—	—
肩到肩宽度	E	.290	.310	.335
塑模封装宽度	E1	.240	.285	.295
总长度	D	1.345	1.365	1.400
引脚尖到固定面高度	L	.110	.130	.150
引脚厚度	c	.008	.010	.015
引脚上部宽度	b1	.040	.050	.070
引脚下部宽度	b	.014	.018	.022
总排列间距 §	eB	—	—	.430

注：

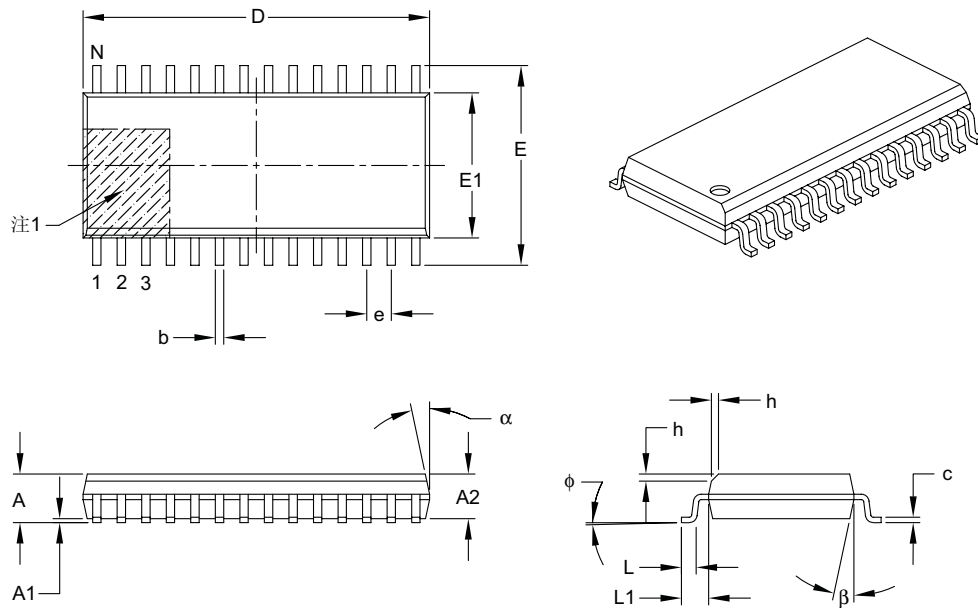
1. 引脚1的可见定位标记可能不同，但必须在阴影区域内。
2. § 重要特性。
3. 尺寸D和E1不包括塑模毛边或突起。塑模每侧的毛边或突起不得超过0.010英寸。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

BSC：基本尺寸。显示的是没有公差的理论精确值。

Microchip Technology 图号C04-070B

28引脚塑封宽条小外形封装（SO）——主体7.50 mm [SOIC]

注：最新封装图请至<http://www.microchip.com/packaging>查看Microchip封装规范。



尺寸范围	单位	毫米		
		最小	正常	最大
引脚数	N	28		
引脚间距	e	1.27 BSC		
总高度	A	—	—	2.65
塑模封装厚度	A2	2.05	—	—
悬空间隙 §	A1	0.10	—	0.30
总宽度	E	10.30 BSC		
塑模封装宽度	E1	7.50 BSC		
总长度	D	17.90 BSC		
倒棱距离（可选）	h	0.25	—	0.75
底脚长度	L	0.40	—	1.27
引脚投影长度	L1	1.40 REF		
底脚倾斜角	φ	0°	—	8°
引脚厚度	c	0.18	—	0.33
引脚宽度	b	0.31	—	0.51
塑模顶部锥度	α	5°	—	15°
塑模底部锥度	β	5°	—	15°

注：

1. 引脚1的可见定位标记可能不同，但必须在阴影区域内。
2. § 重要特性。
3. 尺寸D和E1不包括塑模毛边或突起。塑模每侧的毛边或突起不得超过0.15毫米。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

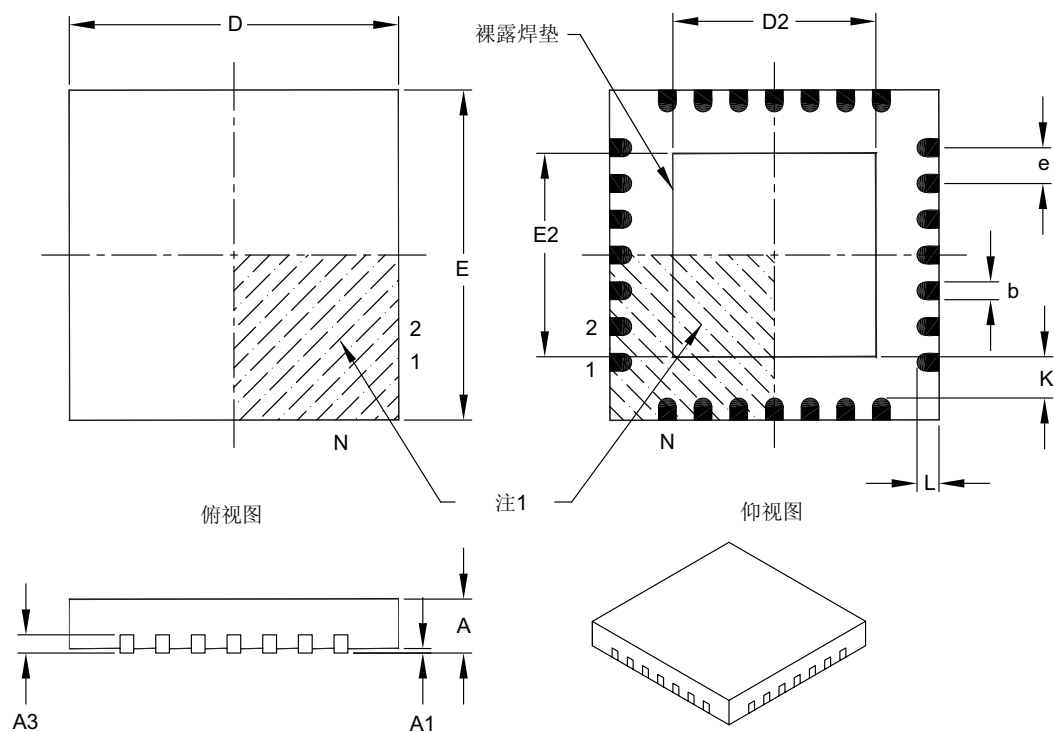
BSC：基本尺寸。显示的是没有公差的理论精确值。

REF：参考尺寸，通常无公差，仅供参考。

Microchip Technology 图号C04-052B

28引脚塑封正方扁平无脚封装（MM）——主体6x6x0.9 mm [QFN-S]，触点长度0.40 mm

注： 最新封装图请至<http://www.microchip.com/packaging>查看Microchip封装规范。



单位		毫米		
尺寸范围		最小	正常	最大
引脚数	N	28		
引脚间距	e	0.65 BSC		
总高度	A	0.80	0.90	1.00
悬空间隙	A1	0.00	0.02	0.05
触点厚度	A3	0.20 REF		
总宽度	E	6.00 BSC		
裸露金属焊垫宽度	E2	3.65	3.70	4.70
总长度	D	6.00 BSC		
裸露金属焊垫长度	D2	3.65	3.70	4.70
触点宽度	b	0.23	0.38	0.43
触点长度	L	0.30	0.40	0.50
触点到裸露金属焊垫的距离	K	0.20	—	—

注：

1. 引脚1的可见定位标记可能不同，但必须在阴影区域内。
2. 封装为切割分离。
3. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

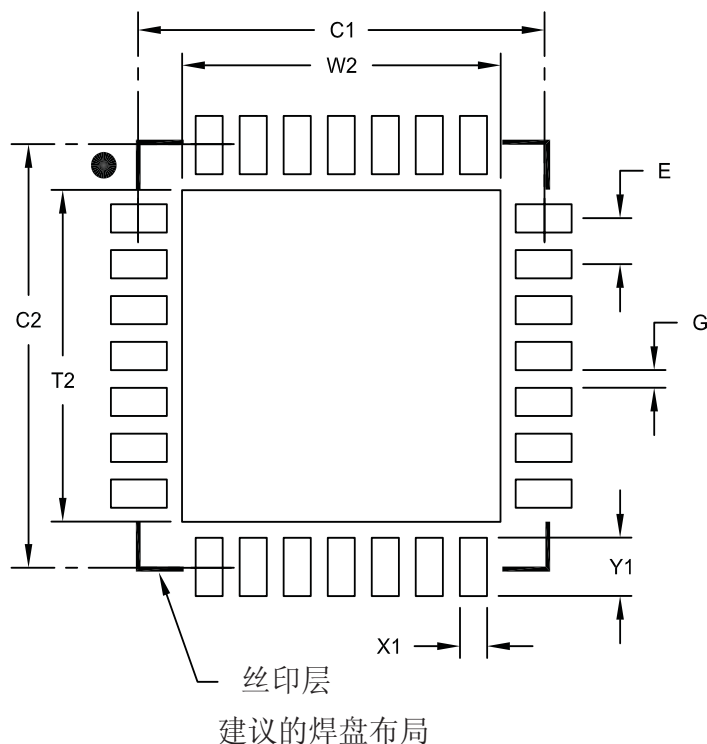
BSC：基本尺寸。显示的是没有公差的理论精确值。

REF：参考尺寸，通常无公差，仅供参考。

Microchip Technology 图号C04-124B

28 引脚塑封正方扁平无脚封装 (MM) —— 主体 6x6x0.9 mm[QFN-S], 触点长度 0.40 mm

注 最新的封装图请至 <http://www.microchip.com/package> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	毫米		
		最小	正常	最大
触点间距	E	0.65 BSC		
可选的中心焊盘宽度	W2			4.70
可选的中心焊盘长度	T2			4.70
触点焊盘空间	C1		6.00	
触点焊盘空间	C2		6.00	
触点焊盘宽度 (X28)	X1			0.40
触点焊盘长度 (X28)	Y1			0.85
焊盘间的距离	G	0.25		

注:

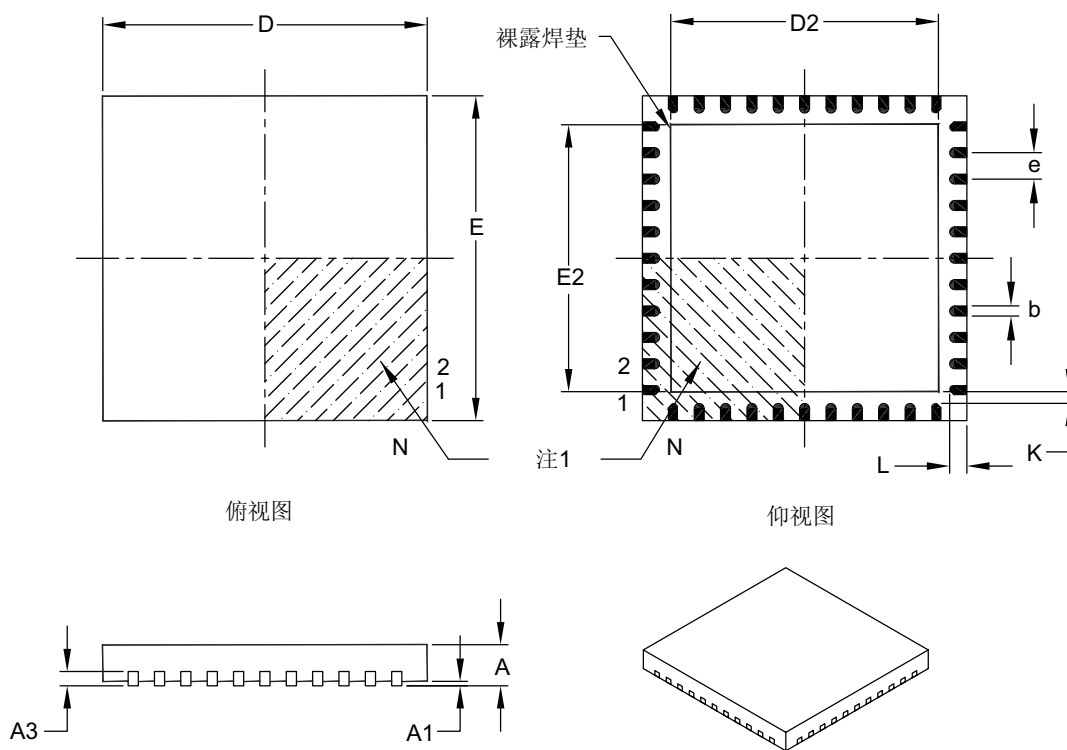
1. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M

BSC: 基本尺寸。理论精确值, 不含公差。

Microchip Technology图号C04-2124A

44引脚塑封正方扁平无脚封装（ML）——主体8x8 mm [QFN]

注： 最新封装图请至<http://www.microchip.com/packaging>查看Microchip封装规范。



单位		毫米		
尺寸范围		最小	正常	最大
引脚数	N	44		
引脚间距	e	0.65 BSC		
总高度	A	0.80	0.90	1.00
悬空间隙	A1	0.00	0.02	0.05
触点厚度	A3	0.20 REF		
总宽度	E	8.00 BSC		
裸露金属焊垫宽度	E2	6.30	6.45	6.80
总长度	D	8.00 BSC		
裸露金属焊垫长度	D2	6.30	6.45	6.80
触点宽度	b	0.25	0.30	0.38
触点长度	L	0.30	0.40	0.50
触点到裸露金属焊垫的距离	K	0.20	—	—

注：

1. 引脚1的可见定位标记可能不同，但必须在阴影区域内。
2. 封装为切割分离。
3. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

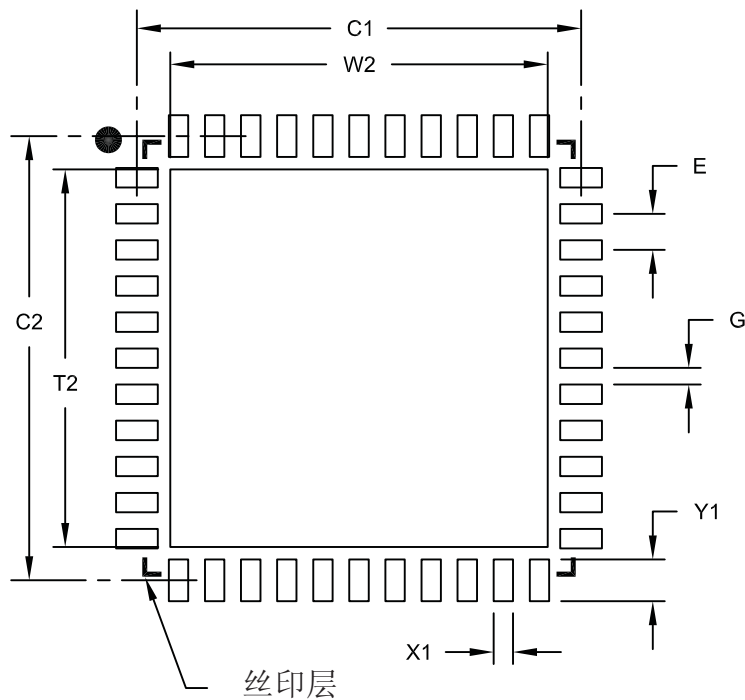
BSC：基本尺寸。显示的是没有公差的理论精确值。

REF：参考尺寸，通常无公差，仅供参考。

Microchip Technology 图号C04-103B

44 引脚塑封正方扁平无脚封装 (ML) ——主体 8x8 mm[QFN]

注 最新的封装图请至 <http://www.microchip.com/package> 查看 Microchip 封装规范。



建议的焊盘布局

尺寸范围	单位	毫米		
		最小	正常	最大
触点间距	E	0.65 BSC		
可选的中心焊盘宽度	W2			6.80
可选的中心焊盘长度	T2			6.80
触点焊盘空间	C1		8.00	
触点焊盘空间	C2		8.00	
触点焊盘宽度 (X44)	X1			0.35
触点焊盘长度 (X44)	Y1			0.80
焊盘间的距离	G	0.25		

注:

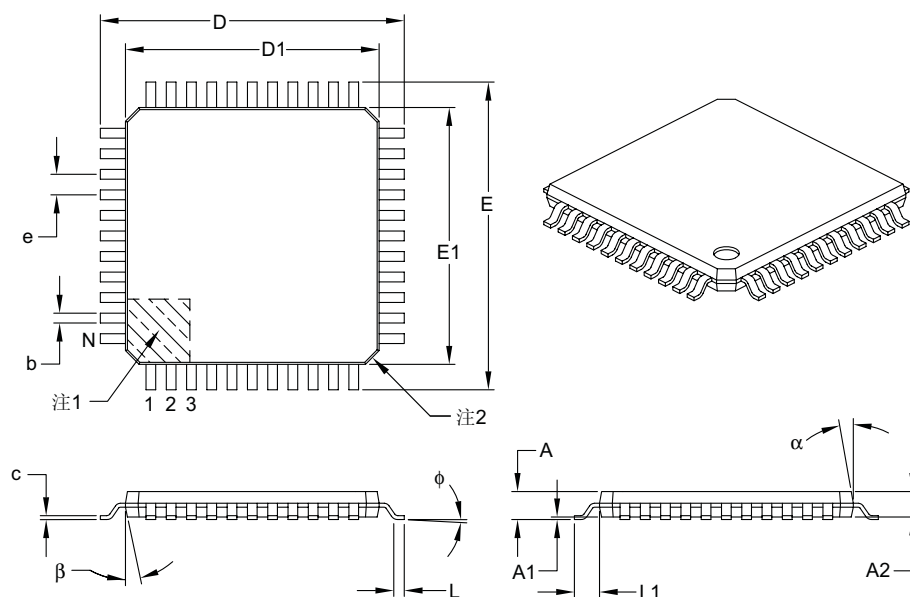
1. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M

BSC: 基本尺寸。理论精确值, 不含公差。

Microchip Technology图号C04-2103A

44引脚塑封薄型正方扁平封装（PT）——主体10x10x1 mm，引脚投影长度2.00 mm [TQFP]

注： 最新封装图请至<http://www.microchip.com/packaging>查看Microchip封装规范。



单位		毫米		
尺寸范围		最小	正常	最大
引脚数	N	44		
引脚间距	e	0.80 BSC		
总高度	A	—	—	1.20
塑模封装厚度	A2	0.95	1.00	1.05
悬空间隙	A1	0.05	—	0.15
底脚长度	L	0.45	0.60	0.75
引脚投影长度	L1	1.00 REF		
底脚倾斜角	φ	0°	3.5°	7°
总宽度	E	12.00 BSC		
总长度	D	12.00 BSC		
塑模封装宽度	E1	10.00 BSC		
塑模封装长度	D1	10.00 BSC		
引脚厚度	c	0.09	—	0.20
引脚宽度	b	0.30	0.37	0.45
塑模顶部锥度	α	11°	12°	13°
塑模底部锥度	β	11°	12°	13°

注：

1. 引脚1的可见定位标记可能不同，但必须在阴影区域内。
2. 切角处的斜面是可选的；大小可能有所不同。
3. 尺寸D1和E1不包括塑模毛边或突起。塑模每侧的毛边或突起不得超过0.25毫米。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

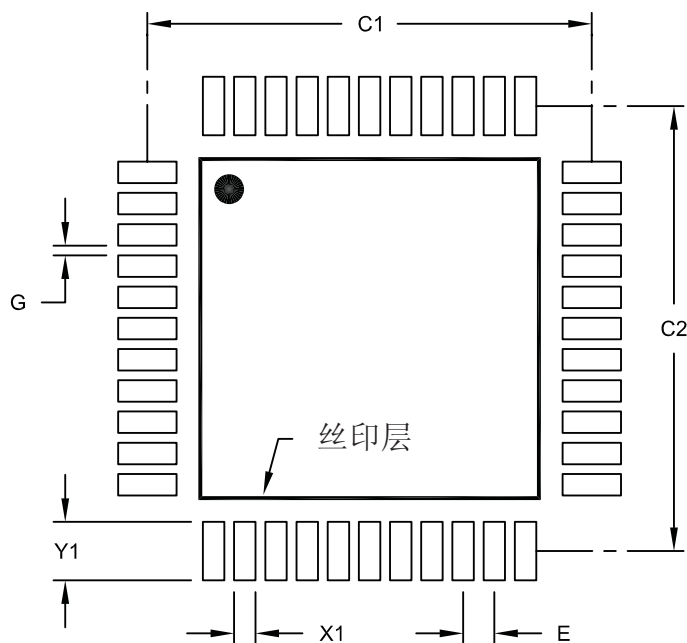
BSC：基本尺寸。显示的是没有公差的理论精确值。

REF：参考尺寸，通常无公差，仅供参考。

Microchip Technology 图号C04-076B

44 引脚塑封薄型正方扁平封装 (PT) —— 主体 10x10x1 mm，引脚投影长度 2.0 mm [TQFP]

注 最新的封装图请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



建议的焊盘布局

单位		毫米		
尺寸范围		最小	正常	最大
触点间距	E	0.80 BSC		
触点焊盘空间	C1		11.40	
触点焊盘空间	C2		11.40	
触点焊盘宽度 (X44)	X1			0.55
触点焊盘长度 (X44)	Y1			1.50
焊盘间的距离	G	0.25		

注:

1. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M

BSC: 基本尺寸。理论精确值，不含公差。

Microchip Technology图号C04-2076A

注:

附录 A： 版本历史**版本 A（2007 年 9 月）**

本文档的初始版本。

版本 B（2008 年 3 月）

此版本包含少量对数据手册全文所做的排版和格式方面的修改。此外，删除了一些多余的信息，因为这些信息在《dsPIC33F 系列参考手册》的相应章节中已经提供。您可从 Microchip 网站（www.microchip.com）获取该参考手册。

下表列出了主要的更改并标注了其所在的章节。

表 A-1： 主要的章节更新

章节名称	更新说明
“高性能 16 位数字信号控制器”	所有引脚图中都加了注 1（见“引脚图”） 在 dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 控制器系列表中添加了外部中断列和注 3
第 1.0 节 “器件概述”	更新了参数 PMA0、PMA1 以及 PMD0 至 PMPD7（表 1-1）
第 6.0 节 “中断控制器”	IFS0-IFS04 改成了 IFSx（见第 6.3.2 节 “IFSx”） IEC0-IEC4 改成了 IECx（见第 6.3.3 节 “IECx”） IPC0-IPC19 改成了 IPCx（见第 6.3.4 节 “IPCx”）
第 7.0 节 “直接存储器访问（DMA）”	更新参数 PMP（见表 7-1）
第 8.0 节 “振荡器配置”	更新了第 8.1.1 节 “系统时钟源” 中的第三个时钟源项（外部时钟） 更新了 TUN<5:0>（OSCTUN<5:0>）位描述（见寄存器 8-4）
第 20.0 节 “10 位 /12 位模数转换器（ADC1）”	向图 20-3 添加了注 2
第 26.0 节 “特殊功能”	向图 26-1 添加了注 2 在第 26.2 节 “片上稳压器” 的第二段后加了了 “注”
第 29.0 节 “电气特性”	更新了表 29-1 中温度范围 -40 °C 至 +125 °C 的最大 MIPS 更新了表 29-3 中热封装特性的典型值 向表 29-9 中添加了参数 DI11 和 DI21 更新了表 29-12 中参数 D136（TRW）和 D137（TPE）的最小值并删除了典型值 向表 29-13 中添加了扩展级温度范围 更新了表 29-40 和表 29-41 中的参数 AD63 并添加了注 3

注:

A

A/D 转换器	241
初始化	241
DMA	241
主要特性	241
ADC 模块	
ADC11 寄存器映射	42

B

备用向量表 (AIVT)	77
比较器模块	253
变更通知客户服务	371

C

C 编译器	
MPLAB C18	306
MPLAB C30	306
CPU	
控制寄存器	20
CPU 的特殊功能	287
CPU 时钟系统	132
来源	132
PLL 配置	133
选择	132
操作码说明中使用的符号	298
程序存储器	
复位向量	30
构成	30
中断向量	30
程序地址空间	29
表读指令	
TBLRDH	61
TBLRDL	61
存储器映射	29
构成	59
可视性操作	62
使用表指令访问程序存储器中的数据	61
使用程序空间可视性访问程序存储器中的数据	62
数据访问自, 地址生成	60
串行外设接口 (SPI)	189
存储器构成	29

D

DCI	
简介	235
Slot 状态位	236
DCI 模块	
寄存器映射	47
打盹模式	144
DMAC 寄存器	121
DMAxCNT	121
DMAxCON	121
DMAxPAD	121
DMAxREQ	121
DMAxSTA	121
DMAxSTB	121
DMA 模块	
DMA 寄存器映射	43
DSP 引擎	24
乘法器	26
代码保护	287,293

代码示例

擦除程序存储器页	67
端口写 / 读	147
PWRSV 指令语法	143
启动编程序列	68
装载写缓冲器	68
电气特性	309
AC	319
读者反馈	372

E

ECAN 发送 / 接收错误计数寄存器 (CiEC)	219
ECAN 发送 / 接收缓冲器 m 控制	
寄存器 (CiTRmnCON)	230
ECAN 寄存器	
波特率配置寄存器 1 (CiCFG1)	219
波特率配置寄存器 2 (CiCFG2)	220
FIFO 控制寄存器 (CiFCTRL)	215
FIFO 状态寄存器 (CiFIFO)	216
过滤器 0-3 缓冲器指针寄存器 (CiBUFPNT1)	221
过滤器 12-15 缓冲器指针寄存器 (CiBUFPNT4)	223
过滤器 15-8 屏蔽选择寄存器 (CiFMSKSEL2)	226
过滤器 4-7 缓冲器指针寄存器 (CiBUFPNT2)	222
过滤器 7-0 屏蔽选择寄存器 (CiFMSKSEL1)	225
过滤器 8-11 缓冲器指针寄存器 (CiBUFPNT3)	222
接收过滤器标准标识符寄存器 n (CiRXFnSID)	224
接收过滤器扩展标识符寄存器 n (CiRXFnEID)	225
接收过滤器屏蔽器标准标识符	
寄存器 n (CiRXMnSID)	227
接收过滤器屏蔽器扩展标识符	
寄存器 n (CiRXMnEID)	227
接收过滤器使能寄存器 (CiFEN1)	221
接收缓冲器满寄存器 1 (CiRXFUL1)	228
接收缓冲器满寄存器 2 (CiRXFUL2)	228
接收缓冲器溢出寄存器 2 (CiRXOVF2)	229
接收溢出寄存器 (CiRXOVF1)	229
控制寄存器 1 (CiCTRL1)	212
控制寄存器 2 (CiCTRL2)	213
中断编码寄存器 (CiVEC)	214
中断标志寄存器 (CiINTF)	217
中断允许寄存器 (CiINTE)	218
ECAN 模块	
CiBUFPNT1 寄存器	221
CiBUFPNT2 寄存器	222
CiBUFPNT3 寄存器	222
CiBUFPNT4 寄存器	223
CiCFG1 寄存器	219
CiCFG2 寄存器	220
CiCTRL1 寄存器	212
CiCTRL2 寄存器	213
CiEC 寄存器	219
CiFCTRL 寄存器	215
CiFEN1 寄存器	221
CiFIFO 寄存器	216
CiFMSKSEL1 寄存器	225
CiFMSKSEL2 寄存器	226
CiINTE 寄存器	218
CiINTF 寄存器	217
CiRXFnEID 寄存器	225
CiRXFnSID 寄存器	224
CiRXFUL1 寄存器	228

CiRXFUL2 寄存器	228	CiCFG1 (ECAN 波特率配置 1)	219
CiRXMnEID 寄存器	227	CiCFG2 (ECAN 波特率配置 2)	220
CiRXMnSID 寄存器	227	CiCTRL1 (ECAN 控制 1)	212
CiRXOVF1 寄存器	229	CiCTRL2 (ECAN 控制 2)	213
CiRXOVF2 寄存器	229	CiEC (ECAN 发送 / 接收错误计数)	219
CiTRmnCON 寄存器	230	CiFCTRL (ECAN FIFO 控制)	215
CiVEC 寄存器	214	CiFEN1 (ECAN 接收过滤器使能)	221
ECAN1 寄存器映射 (C1CTRL1.WIN = 0 或 1)	45	CiFIFO (ECAN FIFO 状态)	216
ECAN1 寄存器映射 (C1CTRL1.WIN = 0)	45	CiFMSKSEL1 (ECAN 过滤器 7-0 屏蔽选择)	225, 226
ECAN1 寄存器映射 (C1CTRL1.WIN = 1)	46	CiINTE (ECAN 中断允许)	218
概述	209	CiINTF (ECAN 中断标志)	217
工作模式	211	CiRXFnEID (ECAN 接收过滤器 n 扩展标识符) ...	225
帧类型	209	CiRXFnSID (ECAN 接收过滤器 n 标准标识符) ...	224
F		CiRXFUL1 (ECAN 接收缓冲器满 1)	228
封装	355	CiRXFUL2 (ECAN 接收缓冲器满 2)	228
标识	355	CiRXMnEID (ECAN 接收过滤器屏蔽器 n 扩展标识符)	227
详细信息	356	CiRXMnSID (ECAN 接收过滤器屏蔽器 n 标准标识符)	227
复位	69	CiRXOVF1 (ECAN 接收缓冲器溢出 1)	229
非法操作码	69, 76	CiRXOVF2 (ECAN 接收缓冲器溢出 2)	229
未初始化的 W 寄存器	69, 76	CiTRBnSID (ECAN 缓冲器 n 标准标识符)	231, 232, 234
陷阱冲突	75, 76	CiTRmnCON (ECAN 发送 / 接收 缓冲器 m 控制)	230
复位过程	77	CiVEC (ECAN 中断编码)	214
G		CLKDIV (时钟分频比)	137
公式		CORCON (内核控制)	22, 83
器件工作频率	132	DCICON1 (DCI 控制 1)	236
工作模式		DCICON2 (DCI 控制 2)	237
初始化	211	DCICON3 (DCI 控制 3)	238
环回	211	DCISTAT (DCI 状态)	239
监听	211	DMACS0 (DMA 控制器状态 0)	126
监听所有报文	211	DMACS1 (DMA 控制器状态 1)	128
禁止	211	DMAxCNT (DMA 通道 x 传输计数)	125
正常工作	211	DMAxCON (DMA 通道 x 控制)	122
H		DMAxPAD (DMA 通道 x 外设地址)	125
汇编器		DMAxREQ (DMA 通道 x IRQ 选择)	123
MPASM 汇编器	306	DMAxSTA (DMA 通道 x RAM 起始地址 A)	124
J		DMAxSTB (DMA 通道 x RAM 起始地址 B)	124
I/O 端口	145	DSADR (最近的 DMA RAM 地址)	129
并行 I/O (PIO)	145	I2CxCON (I2Cx 控制)	197
写 / 读时序	146	I2CxMSK (I2Cx 从模式地址掩码)	201
I ² C		I2CxSTAT (I2Cx 状态)	199
地址	196	IFS0 (中断标志状态 0)	87, 94
工作模式	195	IFS1 (中断标志状态 1)	89, 96
寄存器	195	IFS2 (中断标志状态 2)	91, 98
寄存器		IFS3 (中断标志状态 3)	92, 99
AD1CHS0 (ADC1 输入通道 0 选择)	251	IFS4 (中断标志状态 4)	93, 100
AD1CHS123 (ADC1 输入通道 1、2 和 3 选择)	250	INTCON1 (中断控制 1)	84
AD1CON1 (ADC1 控制 1)	245	INTCON2 (中断控制 2)	86
AD1CON2 (ADC1 控制 2)	247	INTTREG 中断控制和状态寄存器	117
AD1CON3 (ADC1 控制 3)	248	IPC0 (中断优先级控制 0)	101
AD1CON4 (ADC1 控制 4)	249	IPC11 (中断优先级控制 11)	111
AD1CSSL (ADC1 输入扫描选择的低位字)	252	IPC14 (中断优先级控制 14)	112
AD1PCFGL (ADC1 端口配置的低位字)	252	IPC15 (中断优先级控制 15)	113
CiBUFNT1 (ECAN 过滤器 0-3 缓冲器指针)	221	IPC16 (中断优先级控制 16)	114
CiBUFNT2 (ECAN 过滤器 4-7 缓冲器指针)	222	IPC17 (中断优先级控制 17)	115
CiBUFNT3 (ECAN 过滤器 8-11 缓冲器指针)	222	IPC18 (中断优先级控制 18)	116
CiBUFNT4 (ECAN 过滤器 12-15 缓冲器指针)	223	IPC1 (中断优先级控制 1)	102
		IPC2 (中断优先级控制 2)	103

IPC3 (中断优先级控制 3)	104	ECAN 模块	210
IPC4 (中断优先级控制 4)	105	复位系统	69
IPC5 (中断优先级控制 5)	106	共用端口结构	145
IPC6 (中断优先级控制 6)	107	看门狗定时器 (WDT)	292
IPC7 (中断优先级控制 7)	108	PLL	133
IPC8 (中断优先级控制 8)	109	片上稳压器的连接	291
IPC9 (中断优先级控制 9)	110	器件时钟	131, 133
NVMCON (闪存存储器控制)	65	SPI	189
NVMKEY (非易失性存储器密钥)	66	输出比较	185
OCxCON (输出比较 x 控制)	187	输入捕捉	183
OSCCON (振荡器控制)	135	Timer2/3 (32 位)	179
OSCTUN (FRC 振荡器调节)	139	Timer2 (16 位)	177
PLLFBF (PLL 反馈倍频比)	138	UART	203
PxTCON (PWM 时基控制)	255, 256, 257		
RCON (复位控制)	70	L	
RSCON (DCI 接收时隙控制)	240	灵活的配置	287
SPIxCON1 (SPIx 控制 1)	191	漏极开路配置	146
SPIxCON2 (SPIx 控制 2)	193	M	
SPIxSTAT (SPIx 状态和控制)	190	Microchip 因特网网站	371
SR (CPU 状态)	20, 82	MPLAB ASM30 汇编器、链接器和库管理器	306
T1CON (Timer1 控制)	176	MPLAB ICD 2 在线调试器	307
TCxCON (输入捕捉 x 控制)	184	MPLAB ICE 2000 高性能通用在线仿真器	307
TSCON (DCI 发送时隙控制)	240	MPLAB PM3 器件编程器	307
TxCON (B 类时基控制)	180	MPLAB REAL ICE 在线仿真器系统	307
TyCON (C 类时基控制)	181	MPLAB 集成开发环境软件	305
UxMODE (UARTx 模式)	204	MPLINK 目标链接器 /MPLIB 目标库管理器	306
UxSTA (UARTx 状态和控制)	206	模寻址	56
寄存器映射		操作示例	56
并行主 / 从端口	50	起始地址和结束地址	56
CRC	51	W 地址寄存器选择	56
实时时钟和日历	51	应用	57
双比较器	51	N	
JTAG 边界扫描接口	287	NVM 模块	
JTAG 接口	293	寄存器映射	53
基于指令的节能模式	143	内部 RC 振荡器	
空闲	144	与 WDT 一起使用	292
休眠	143	P	
交流特性	319	PICSTART 2 开发编程器	308
负载条件	319	PICSTART Plus 开发编程器	308
内部 RC 精度	321	PMD 模块	
节能特性	143	寄存器映射	53
时钟频率和切换	143	PORTA	
K		寄存器映射	51, 52
开发支持	305	PORTB	
看门狗超时复位 (WDTR)	75	寄存器映射	52
看门狗定时器 (WDT)	287, 292	配置寄存器映射	287
编程注意事项	292	配置模拟端口引脚	146
勘误表	12	配置位	287
客户通知服务	371	R	
客户支持	371	软件堆栈指针, 帧指针	
框图		CALL 堆栈帧	54
16 位 Timer1 模块	175	软件模拟器 (MPLAB SIM)	306
A/D 模块	242, 243	软件 Reset 指令 (SWR)	75
DCI 模块	235		
dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04	14		
dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04 和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 CPU 内核	18		
DSP 引擎	25		

S

SPI 模块	
SPI1 寄存器映射	41
闪存程序存储器	63
编程算法	67
表指令	63
操作	64
控制寄存器	64
RTSP 工作原理	64
上电复位 (POR)	74
时序规范	
10 位 A/D 转换要求	349
12 位 A/D 转换要求	347
CAN I/O 要求	342
复位、看门狗定时器、振荡器起振定时器和上电延时定时器 和欠压复位要求	324
I2Cx 总线数据要求 (从模式)	337
I2Cx 总线数据要求 (主模式)	335
简单输出比较 /PWM 模式要求	328
PLL 时钟	321
QE1 索引脉冲要求	329
QE1 外部时钟要求	326
SPIx 从模式 (CKE = 0) 要求	331
SPIx 从模式 (CKE = 1) 要求	333
SPIx 主模式 (CKE = 0) 要求	329
SPIx 主模式 (CKE = 1) 要求	330
输出比较要求	327
Timer2 外部时钟要求	326
Timer3 外部时钟要求	326
Timer1 外部时钟要求	325
时序特性	
CLKO 和 I/O	322
时序图	
10 位 A/D 转换 (CHPS = 01, SIMSAM = 0, ASAM = 0, SSRC = 000)	348
10 位 A/D 转换 (CHPS = 01, SIMSAM = 0, ASAM = 1, SSRC = 111, SAMC = 00001)	348
12 位 A/D 转换 (ASAM = 0, SSRC = 000)	346
DCI AC-Link 模式	340
DCI 多通道, I ² S 模式	338
ECAN I/O	342
复位、看门狗定时器、振荡器起振定时器和 上电延时定时器	323
I2Cx 总线启动位 / 停止位 (从模式)	336
I2Cx 总线启动位 / 停止位 (主模式)	334
I2Cx 总线数据 (从模式)	336
I2Cx 总线数据 (主模式)	334
欠压情形	75
SPIx 从模式 (CKE = 0)	331
SPIx 从模式 (CKE = 1)	332
SPIx 主模式 (CKE = 0)	329
SPIx 主模式 (CKE = 1)	330
输出比较 /PWM	328
输出比较 (OCx)	327
输入捕捉 (CAPx)	327
Timer1、Timer2 和 Timer3 外部时钟	325
外部时钟	320

时序要求

CLKO 和 I/O	322
DCI AC-Link 模式	341
DCI 多通道, I ² S 模式	339
输入捕捉	327
外部时钟	320
使用 RCON 状态位	76
时钟切换	141
使能	141
序列	141
输出比较	185
数据地址空间	31
带有 16 KB RAM 的 dsPIC33FJ128GP802/804 和 dsPIC33FJ64GP802/804 器件的存储器映射	34
带有 4 KB RAM 的 dsPIC33FJ32GP302/304 器件的存储 器映射	32
带有 8 KB RAM 的 dsPIC33FJ128GP202/204 和 dsPIC33FJ64GP202/204 器件的存储器映射	33
对齐	31
宽度	31
Near 数据空间	31
软件堆栈	54
数据累加器和加法器 / 减法器	26
回写	27
舍入逻辑	27
数据空间写饱和	28
溢出和饱和	26
数据转换器接口 (DCI) 模块	235
输入捕捉	183
寄存器	184
输入状态变化通知	147
算术逻辑单元 (ALU)	24

T

Timer2/3	177
Timer1	175
桶形移位寄存器	28
通用异步收发器 (UART)	203

W

UART	
8 位数据模式下的发送	204
UART 模块	
UART1 寄存器映射	40, 41
WWW 地址	371
WWW, 在线支持	12
外设模块禁止 (PMD)	144
位反转寻址	57
示例	57
实现	57
序列表 (16 项)	58
温度和电压规范	
AC	319
稳压器 (片上)	291

X

系统控制

寄存器映射	53

Y

引脚说明（表）	15
因特网地址	371

Z

在节能指令执行期间的中断	144
在线串行编程（ICSP）	287, 293
在线调试器	293
在线仿真	287
增强型 CAN 模块	209
指令集	
概述	300
汇总	297
指令寻址模式	54
MAC 指令	55
MCU 指令	54
其他指令	55
文件寄存器指令	54
支持的基本模式	55
传送指令和累加器指令	55
直流特性	310
程序存储器	318
打盹电流（ID0ZE）	314
掉电电流（IPD）	314
工作电流（IDD）	312
I/O 引脚输出规范	317
I/O 引脚输入规范	315
空闲电流（IIDL）	313
温度和电压规范	311
中断控制和状态寄存器	81
IECx	81
IFSx	81
INTCON1	81
INTCON2	81
IPCx	81
中断设置过程	118
初始化	118
陷阱服务程序	118
中断服务程序	118
中断禁止	118
中断向量表（IVT）	77

注:

MICROCHIP 网站

Microchip 网站 (www.microchip.com) 为客户提供在线支持。客户可通过该网站方便地获取文件和信息。只要使用常用的因特网浏览器即可访问。网站提供以下信息:

- **产品支持**——数据手册和勘误表、应用笔记和示例程序、设计资源、用户指南以及硬件支持文档、最新的软件版本以及存档软件
- **一般技术支持**——常见问题 (FAQ)、技术支持请求、在线讨论组以及 Microchip 顾问计划成员名单
- **Microchip 业务**——产品选型和订购指南、最新 Microchip 新闻稿、研讨会和活动安排表、Microchip 销售办事处、代理商以及工厂代表列表

变更通知客户服务

Microchip 的客户通知服务有助于客户了解 Microchip 产品的最新信息。注册客户可在他们感兴趣的某个产品系列或开发工具发生变更、更新、发布新版本或勘误表时, 收到电子邮件通知。

欲注册, 请登录 Microchip 网站 www.microchip.com, 点击 “变更通知客户 (Customer Change Notification)” 服务后按照注册说明完成注册。

客户支持

Microchip 产品的用户可通过以下渠道获得帮助:

- 代理商或代表
- 当地销售办事处
- 应用工程师 (FAE)
- 技术支持

客户应联系其代理商、代表或应用工程师 (FAE) 寻求支持。当地销售办事处也可为客户提供帮助。本文档后附有销售办事处的联系方式。

也可通过<http://support.microchip.com>获得网上技术支持。

读者反馈表

我们努力为您提供最佳文档，以确保您能够成功使用 Microchip 产品。如果您对文档的组织、条理性、主题及其他有助于提高文档质量的方面有任何意见或建议，请填写本反馈表并传真给我公司 TRC 经理，传真号码为 86-21-5407-5066。

请填写以下信息，并从下面各方面提出您对本文档的意见。

致： TRC 经理

总页数 _____

关于： 读者反馈

发自： 姓名 _____

公司 _____

地址 _____

国家 / 省份 / 城市 / 邮编 _____

电话： (_____) _____ - _____

传真： (_____) _____ - _____

应用 (选填)：

您希望收到回复吗？ 是 ____ 否 ____

器件： dsPIC33FJ32GP302/304、dsPIC33FJ64GPX02/X04
和 dsPIC33FJ128GPX02/X04 数据手册

文献编号： DS70292B_CN

问题：

1. 本文档中哪些部分最有特色？

2. 本文档是否满足了您的软硬件开发要求？如何满足的？

3. 您认为本文档的组织结构便于理解吗？如果不便于理解，那么问题何在？

4. 您认为本文档应该添加哪些内容以改善其结构和主题？

5. 您认为本文档中可以删减哪些内容，而又不会影响整体使用效果？

6. 本文档中是否存在错误或误导信息？如果存在，请指出是什么信息及其具体页数。

7. 您认为本文档还有哪些方面有待改进？

产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息，请与我公司生产厂或各销售办事处联系。

dsPIC 33 FJ 32 GP3 02 I E / SP - XXX

Microchip 的商标

架构

闪存系列

程序存储器容量 (KB)

产品组

引脚数

卷带标志 (如果适用)

温度范围

封装

模式

架构: 33 = 16 位数字信号控制器

闪存系列: FJ = 闪存程序存储器, 3.3V

产品组: GP2 = 通用系列
GP3 = 通用系列
GP8 = 通用系列

引脚数: 02 = 28 引脚
04 = 44 引脚

温度范围: I = -40°C 至+85°C (工业级)
E = -40°C 至+125°C (扩展级)

封装: SP = 窄型塑封双列直插式封装——主体 300 mil (SPDIP)
SO = 塑封小外形封装——宽条, 主体 300 mil (SOIC)
ML = 塑封正方无脚封装——主体 8x8 mm (QFN)
MM = 塑封正方无脚封装——主体 6x6x0.9 mm (QFN-S)
PT = 塑封薄型正方扁平封装——主体 10x10x1 mm (TQFP)

示例:

a) dsPIC33FJ32GP302-E/SP:
通用 dsPIC33 系列器件, 32 KB 程序存储器, 28 引脚, 扩展级温度, SPDIP 封装。

© 2008 Microchip Technology Inc.

初稿

DS70292B_CN 第 375 页



MICROCHIP

全球销售及服务中心

美洲

公司总部 Corporate Office
2355 West Chandler Blvd.
Chandler, AZ 85224-6199
Tel: 1-480-792-7200
Fax: 1-480-792-7277

技术支持:
<http://support.microchip.com>
网址: www.microchip.com

亚特兰大 Atlanta
Duluth, GA

Tel: 678-957-9614
Fax: 678-957-1455

波士顿 Boston
Westborough, MA
Tel: 1-774-760-0087
Fax: 1-774-760-0088

芝加哥 Chicago
Itasca, IL
Tel: 1-630-285-0071
Fax: 1-630-285-0075

达拉斯 Dallas
Addison, TX
Tel: 1-972-818-7423
Fax: 1-972-818-2924

底特律 Detroit
Farmington Hills, MI
Tel: 1-248-538-2250
Fax: 1-248-538-2260

科科莫 Kokomo
Kokomo, IN
Tel: 1-765-864-8360
Fax: 1-765-864-8387

洛杉矶 Los Angeles
Mission Viejo, CA
Tel: 1-949-462-9523
Fax: 1-949-462-9608

圣克拉拉 Santa Clara
Santa Clara, CA
Tel: 408-961-6444
Fax: 408-961-6445

加拿大多伦多 Toronto
Mississauga, Ontario,
Canada
Tel: 1-905-673-0699
Fax: 1-905-673-6509

亚太地区

亚太总部 Asia Pacific Office
Suites 3707-14, 37th Floor
Tower 6, The Gateway
Harbour City, Kowloon
Hong Kong
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 北京
Tel: 86-10-8528-2100
Fax: 86-10-8528-2104

中国 - 成都
Tel: 86-28-8665-5511
Fax: 86-28-8665-7889

中国 - 香港特别行政区
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 南京
Tel: 86-25-8473-2460
Fax: 86-25-8473-2470

中国 - 青岛
Tel: 86-532-8502-7355
Fax: 86-532-8502-7205

中国 - 上海
Tel: 86-21-5407-5533
Fax: 86-21-5407-5066

中国 - 沈阳
Tel: 86-24-2334-2829
Fax: 86-24-2334-2393

中国 - 深圳
Tel: 86-755-8203-2660
Fax: 86-755-8203-1760

中国 - 武汉
Tel: 86-27-5980-5300
Fax: 86-27-5980-5118

中国 - 厦门
Tel: 86-592-238-8138
Fax: 86-592-238-8130

中国 - 西安
Tel: 86-29-8833-7252
Fax: 86-29-8833-7256

中国 - 珠海
Tel: 86-756-321-0040
Fax: 86-756-321-0049

台湾地区 - 高雄
Tel: 886-7-536-4818
Fax: 886-7-536-4803

台湾地区 - 台北
Tel: 886-2-2500-6610
Fax: 886-2-2508-0102

台湾地区 - 新竹
Tel: 886-3-572-9526
Fax: 886-3-572-6459

亚太地区

澳大利亚 Australia - Sydney
Tel: 61-2-9868-6733
Fax: 61-2-9868-6755

印度 India - Bangalore
Tel: 91-80-4182-8400
Fax: 91-80-4182-8422

印度 India - New Delhi
Tel: 91-11-4160-8631
Fax: 91-11-4160-8632

印度 India - Pune
Tel: 91-20-2566-1512
Fax: 91-20-2566-1513

日本 Japan - Yokohama
Tel: 81-45-471-6166
Fax: 81-45-471-6122

韩国 Korea - Daegu
Tel: 82-53-744-4301
Fax: 82-53-744-4302

韩国 Korea - Seoul
Tel: 82-2-554-7200
Fax: 82-2-558-5932 或
82-2-558-5934

马来西亚 Malaysia - Kuala Lumpur
Tel: 60-3-6201-9857
Fax: 60-3-6201-9859

马来西亚 Malaysia - Penang
Tel: 60-4-227-8870
Fax: 60-4-227-4068

菲律宾 Philippines - Manila
Tel: 63-2-634-9065
Fax: 63-2-634-9069

新加坡 Singapore
Tel: 65-6334-8870
Fax: 65-6334-8850

泰国 Thailand - Bangkok
Tel: 66-2-694-1351
Fax: 66-2-694-1350

欧洲

奥地利 Austria - Wels
Tel: 43-7242-2244-39
Fax: 43-7242-2244-393

丹麦 Denmark - Copenhagen
Tel: 45-4450-2828
Fax: 45-4485-2829

法国 France - Paris
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79

德国 Germany - Munich
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44

意大利 Italy - Milan
Tel: 39-0331-742611
Fax: 39-0331-466781

荷兰 Netherlands - Drunen
Tel: 31-416-690399
Fax: 31-416-690340

西班牙 Spain - Madrid
Tel: 34-91-708-08-90
Fax: 34-91-708-08-91

英国 UK - Wokingham
Tel: 44-118-921-5869
Fax: 44-118-921-5820

01/02/08